

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง



เครื่องเคาะจังหวะสำหรับนักดนตรี

รพ.

ร162ค

เลขหมู่..... 2537  
เลขทะเบียน.....  
วันเดือนปี.....

นาย ธนภัทร ฉายากุล  
นางสาว สุมณี วิวัฒน์ธีรกุล

612554868

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2537 ✓

**Digital Metronome**

**Mr. Thanapat Chayakul  
Miss Sumanee Viwattanateerakul**

**A Special Project Submitted in Partial Fulfillment of the  
Requirement for the Degree of Bachelor of Science  
Department of Applied Physics  
Faculty of Science  
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang  
1994**

หัวข้อโครงการพิเศษ  
โดย

เครื่องเคาะจังหวะสำหรับนักดนตรี  
นาย ธนภัทร ฉายากุล  
นางสาว สุมณี วิวัฒน์ธีรกุล

ภาควิชา  
อาจารย์ที่ปรึกษา

ฟิลิกส์ประยุกต์  
ผศ.ดร. วราวุฒิ เถาถัดดา  
ผศ.ดร. ปรีชา เทียนสมประสงค์

ภาควิชาฟิลิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
อนุมัติให้นับโครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
ลายมือชื่อ

คณะกรรมการโครงการพิเศษ

(ผศ.ดร. ปรีชา เทียนสมประสงค์)

หัวหน้าภาค

(อ. สุน ช่างประยูร)

ประธานกรรมการ

(ผศ.ดร. วราวุฒิ เถาถัดดา)

กรรมการ

(ผศ.ดร. ปรีชา ยูพาพิน)

กรรมการ

(อ. สุทิน เมฆไกรศรี)

กรรมการ

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาฟิลิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อโครงการพิเศษ	เครื่องเคาะจังหวะสำหรับนักดนตรี
นักศึกษา	นาย ธนภัทร ฉายากุล นางสาว สุมณี วิวัฒน์ธีรกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร. วราวุฒิ เถลัดดา ผศ.ดร. ปรีชา เทียนสมประสงค์
ภาควิชา	ฟิสิกส์ประยุกต์
ปีการศึกษา	2537

#### บทคัดย่อ

โครงการพิเศษนี้เป็นการศึกษาขั้นตอนการออกแบบเครื่องเคาะจังหวะสำหรับนักดนตรีมิใช่  
อยู่อย่างแพร่หลายในหมู่นักดนตรีทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น

เครื่องเคาะจังหวะสามารถควบคุมความดังของเสียงเคาะ ความเร็วของการเคาะ หรือแม้แต่  
สั่งปิดเครื่อง ด้วยการส่งงานจากปุ่มที่หน้าปัทม์ โดยที่ท่าเช่นนี้ได้ต้องออกแบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์  
แวร์ให้สัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว โดยฮาร์ดแวร์ที่เลือกใช้เป็นหน่วยควบคุมขนาดเล็กของบริษัทอินเทล  
ในตระกูล MCS@-51 เป็นหัวใจหลัก มีสัญญาณความถี่ฐานเวลา 60 เฮิร์ตซไว้สำหรับใช้ในการนับ  
เวลา และสัญญาณความถี่ฐานเวลาที่ควบคุมได้ด้วยซอฟต์แวร์ ไว้สำหรับให้จังหวะการเคาะ และ  
ติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางลำโพง ปุ่มกด ตัวเลข 3 หลัก และจอภาพแบบผลึกเหลวขนาด 20 ตัวอักษร  
2 บรรทัด การทำงานทั้งหมดสั่งงานด้วยภาษาแอสเซมบลี โดยสามารถเปลี่ยนความดังของเสียงเคาะ  
ความเร็วของการเคาะ รูปแบบของการเคาะ และอัตราส่วนของตัวโน้ตในหนึ่งห้องได้ด้วยการกดปุ่ม  
อีกทั้งยังสามารถกำหนดจำนวนห้องที่จะให้เคาะหรือจำนวนเวลาที่จะให้เคาะได้ด้วย โดยข้อมูลเหล่านี้  
จะไม่สูญหายไปหลังจากปิดเครื่อง

Special Project Title	Digital Metronome
Name	Mr. Thanapat Chayakul Miss. Sumanee Viwattanateerakul
Special Project Advisor	Mr. Varawuth Thaoludda Mr. Preecha Teansomprasong
Department	Applied Physics
Academic Year	1994

### Abstract

This senior project is the product design step because the Metronome is widely used in professional and amateur musician group.

The system is controlled by front button such as to change speaker volume, tempo or to shutdown. All functions can work properly by unite designed hardware and software. The Intel MCS®-51, the main microcontroller unit, will receive 60 Hz base frequency for time count and programmable base frequency for tempo. The user interface units are speaker, keypad, 3-digit numerical display and 20 character 2 lines liquid crystal display module. All functions controlled by MCS®-51 assembly language are to change speaker volume, tempo, meter and time signature by front key and programmable measure count or time count. All programmable data will reserve forever after shutdown.

## กิตติกรรมประกาศ

### ขอขอบคุณ

อ. วรารุณี เถาลัดดา และ อ. ปรีชา เทียนสมประสงค์ ที่ให้โอกาสทำโครงการ  
อ. ศิริศักดิ์ เตชะทวีกุล ให้คำแนะนำเรื่องระเบียบการทำโครงการ  
อ. วิชาญ กกกนทา เอื้อเพื่อเอกสารข้อมูล  
พี่เล็ก สุรเมษ ให้คำแนะนำ สนับสนุนอุปกรณ์และเอกสารข้อมูลมากมาย  
พี่คริต ให้คำแนะนำเรื่อง DAC และ VCO  
พี่อ้อ ศิลาวิเสริช สละเวลาตรวจสอบวงจร  
คุณ พฤติพันธ์ ฉายากุล ดูแลเรื่องรูปประกอบ  
คุณ ปกรณ์ พฤษยาพงษ์ ช่วยพิมพ์เนื้อหา  
เพื่อน ๆ ทุกคนที่ช่วยให้กำลังกายและกำลังใจจนงานนี้สำเร็จด้วยดี

# สารบัญเนื้อเรื่อง

หน้า

บทคัดย่อ

Abstract

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญเนื้อเรื่อง

สารบัญรูป

1 บทนำ.....	1
1.1 วัตถุประสงค์.....	1
1.2 ลักษณะโครงสร้างของระบบ .....	1
1.3 ขอบข่ายการทำงานของเครื่องเคาะจังหวะ.....	2
2 ความรู้พื้นฐานเรื่องเวลาทางดนตรี.....	3
2.1 จังหวะ (Beat) .....	3
2.2 ความเร็วของจังหวะ (Tempo) .....	3
2.3 ตัวแสดงความเร็ว.....	4
2.3.1 คำที่ใช้อธิบาย .....	4
2.3.2 ตัวแสดงเมโทรโนม (Metronome Marking).....	5
2.4 การเร่งหรือการลดความเร็วของเพลง.....	5
2.5 รูปแบบของจังหวะ .....	6
2.5.1 จังหวะคู่ .....	6
2.5.2 จังหวะสาม.....	6
2.5.3 จังหวะสี่ .....	6
2.6 ลีลาของจังหวะ .....	6
2.7 การแบ่ง และการรวมเวลา .....	6
2.8 ตัวโน้ตทางดนตรี.....	7
2.9 โน้ตสามพยางค์ .....	7
2.10 ตัวประจุ .....	8
2.11 ความสัมพันธ์ระหว่างลีลาของจังหวะ และความเร็วของจังหวะ .....	8
2.12 ตัวหยุด.....	9
2.13 อัตราส่วนของตัวโน้ต และรูปแบบของจังหวะ .....	9
2.14 อัตราส่วนของตัวโน้ต .....	9
2.15 ประเภทของรูปแบบของจังหวะ .....	10

2.15.1	รูปแบบอย่างง่าย .....	10
2.15.2	รูปแบบรวม .....	10
2.15.3	รูปแบบไม่สมมาตร.....	10
2.15.4	รูปแบบผสม .....	11
3	ฮาร์ดแวร์ของระบบ.....	12
3.1	ฮาร์ดแวร์ของ 8051 .....	12
3.2	วงจรกำเนิดความถี่นาฬิกาบน 8051 .....	16
3.3	หน่วยความจำภายนอก.....	16
3.3.1	การต่อหน่วยความจำภายนอก .....	17
3.4	วงจรตั้งเวลา/วงจรมับ.....	18
3.4.1	รีจิสเตอร์ควบคุมการทำงานของวงจรตั้งเวลา/วงจรมับ.....	19
3.4.1.1	Timer Control (TCON) .....	19
3.4.1.2	Timer Mode Control (TMOD).....	20
3.4.2	การอินเทอร์รัพท์ของวงจรตั้งเวลา/วงจรมับ .....	20
3.4.3	โหมดการทำงานของวงจรตั้งเวลา/วงจรมับ.....	21
3.4.3.1	โหมด 0.....	21
3.4.3.2	โหมด 1.....	21
3.4.3.3	โหมด 2.....	22
3.4.3.4	โหมด 3.....	22
3.4.4	การนับ .....	22
3.5	การควบคุมอินเทอร์รัพท์.....	22
3.5.1	รีจิสเตอร์ควบคุมการอินเทอร์รัพท์.....	23
3.5.1.1	Interrupt Enable (IE) .....	23
3.6	ระบบควบคุม .....	24
3.7	ส่วนติดต่อกับผู้ใช้.....	26
3.7.1	การต่อเข้าระบบ .....	26
3.7.2	ส่วนเปล่งเสียง .....	26
3.7.3	การสร้างสัญญาณเสียง .....	26
3.7.4	ตัวเลขแสดงความเร็วของจังหวะ .....	27
3.7.5	ปุ่มกด.....	27
3.8	ความถี่ฐานเวลา .....	29
3.8.1	Voltage Control Oscillator (VCO) .....	29
3.8.2	การควบคุมความถี่ .....	30

3.8.3 การนำความถี่ไปใช้.....	32
3.9 การทำงานนับเวลา.....	32
3.9.1 การนำความถี่ไปใช้.....	32
3.10 ส่วนจ่ายพลังงานควบคุมได้ .....	33
3.10.1 การควบคุม.....	33
4 การใช้งานเครื่องและซอฟต์แวร์ .....	35
4.1 การใช้งานเครื่อง.....	35
4.2 ซอฟต์แวร์.....	41
4.2.1 โปรแกรมเปิดเครื่อง .....	41
4.2.2 โปรแกรมตั้งค่าเมนู .....	41
4.2.2.1 โปรแกรมตั้งค่า Meter .....	41
4.2.2.2 โปรแกรมตั้งค่า Time Signature.....	42
4.2.2.3 โปรแกรมตั้งค่า Measure Count.....	42
4.2.2.4 โปรแกรมตั้งค่า Time Count .....	42
4.2.2.5 โปรแกรมตั้งค่า Volume.....	42
4.2.2.6 โปรแกรมตั้งค่า tempo.....	43
4.2.3 โปรแกรมแสดงผลทาง LCD และ 7-SEG .....	43
4.2.3.1 โปรแกรมแสดงผลที่ LCD .....	43
4.2.3.2 โปรแกรมแสดงผลที่ 7-SEG .....	43
4.2.4 โปรแกรมเคาะ.....	43
4.2.5 โปรแกรมสั่งหยุดขณะที่กำลังเคาะอยู่ .....	44
4.2.6 โปรแกรมปิดเครื่อง .....	44
5 สรุปการทำงาน.....	72
5.1 การปรับปรุง .....	72
หนังสืออ้างอิง .....	73
ภาคผนวก ก ฮาร์ดแวร์ของระบบ .....	74
ภาคผนวก ข ซอฟต์แวร์ของระบบ .....	79
ภาคผนวก ค การใช้งาน LCD Module.....	104
ภาคผนวก ง Data Sheet.....	111

## สารบัญรูป

	หน้า
รูป 1.1 ระบบรวมทั้งหมดของเครื่องเคาะจังหวะ .....	2
รูป 2.1 ตัวโน้ตที่ใช้กันในปัจจุบัน .....	7
รูป 2.2 ความยาวของตัวโน้ต .....	7
รูป 2.3 โน้ตสามพยางค์ .....	8
รูป 2.4 ตัวหยุดที่ใช้กันในปัจจุบัน .....	9
รูป 2.5 การแสดงจังหวะในหนึ่งห้อง .....	9
รูป 3.1 สถาปัตยกรรมของ 8051 .....	13
รูป 3.2 โครงสร้างการเขียนโปรแกรม .....	14
รูป 3.3 การจัดขาของ 8051 .....	15
รูป 3.4 แมชชีนไจเคิล .....	16
รูป 3.5 แผนผังเวลาของระบบ .....	17
รูป 3.6 ลอจิกควบคุมการทำงานของวงจรถังเวลา/วงจรมับ .....	18
รูป 3.7 โหมดการทำงานของวงจรถังเวลา/วงจรมับ .....	21
รูป 3.8 วงจรส่วนควบคุมขนาดเล็ก .....	25
รูป 3.9 วงจรส่วนติดต่อกับผู้ใช้ .....	28
รูป 3.10 ส่วนประกอบของ LM331 .....	29
รูป 3.11 วงจรแปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาลอก .....	31
รูป 3.12 วงจรแปลงกระแสเป็นแรงดัน และ buffer .....	31
รูป 3.13 วงจรกำเนิดความถี่ฐานเวลา 60 Hz .....	32
รูป 3.14 วงจรควบคุมแหล่งจ่ายไฟให้ระบบทั้งหมด .....	34
รูป ก.1 หน่วยควบคุมขนาดเล็ก .....	75
รูป ก.2 หน่วยติดต่อกับผู้ใช้ .....	76
รูป ก.3 หน่วยความถี่ฐาน .....	77
รูป ก.4 หน่วยจ่ายพลังงานและส่วนรีเซ็ตเมื่อเปิดเครื่อง .....	78

## บทที่ 1

### บทนำ

ดนตรีเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ดนตรีที่ดีมีอิทธิพลทำให้ธรรมชาติกลับเป็นดังธรรมชาติเช่นเดิม ดนตรีที่ดีมีอิทธิพลเหนือผู้คน คนที่ซาบซึ้งในดนตรีเป็นผู้ที่มีจิตใจละเอียดอ่อน ดังพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก”

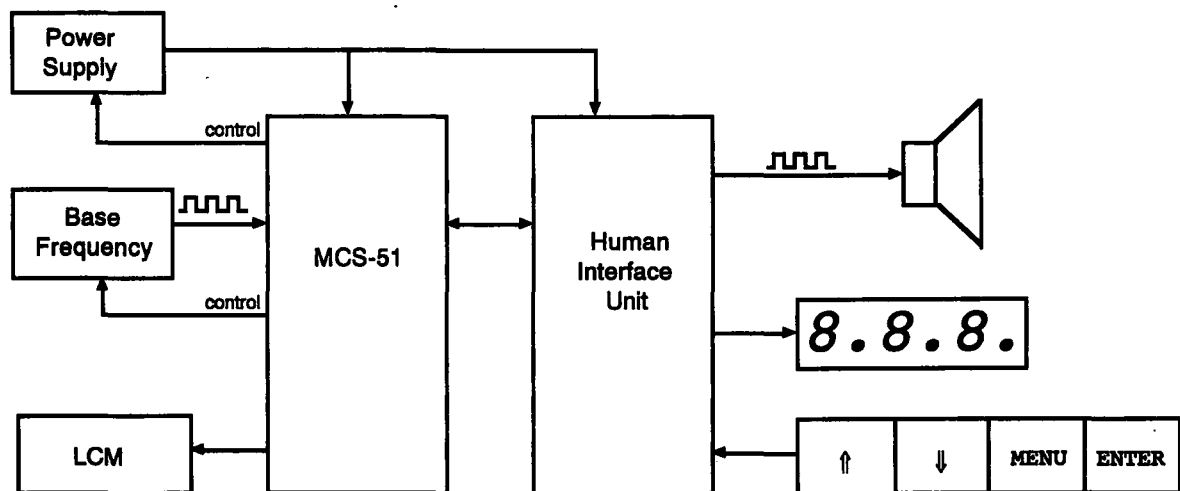
ตัวอย่างของผู้ที่ซาบซึ้งในดนตรีคือนักดนตรี นักดนตรีเป็นผู้ที่ขวนขวายฝึกที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของดนตรี โดยมีความมุ่งหมายว่าดนตรีคือศิลปะ และดนตรีไม่เคยทำร้ายใคร นักดนตรีไม่ว่าจะเล่นเครื่องดนตรีอะไรย่อมต้องเข้าใจ และซาบซึ้งในเวลาของดนตรีหรือจังหวะนั่นเอง นักดนตรีที่ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อมเลือกใช้เวลาทางดนตรีเดียวกัน สิ่งหนึ่งที่ช่วยในการแสดงเวลาทางดนตรี นั่นคือ เครื่องเคาะจังหวะสำหรับนักดนตรี (Metronome) ดังนั้น นักดนตรีทุกคนต้องรู้จักเครื่องเคาะจังหวะ และใช้ในการหัดเล่น ฝึกฝน จนกระทั่ง ใช้ในการเล่นร่วมกันหรือในการบันทึกเสียงในห้องอัด

#### 1.1 วัตถุประสงค์

เครื่องเคาะจังหวะที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดในปัจจุบัน แต่ละแบบจะมีข้อดีแตกต่างกันไป โครงการพิเศษนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องต้นแบบที่รวมการทำงานหลายๆ อย่างที่นักดนตรีต้องการเข้าไว้ในเครื่องเคาะจังหวะสำหรับนักดนตรีนี้ โดยการได้ศึกษาเรื่องราวของไมโครโปรเซสเซอร์ และการนำมาใช้งาน และจากความเข้าใจในธรรมชาติของเวลา ธรรมชาติของเสียง ยิ่งทำให้มีความคิดที่จะใช้ความรู้ทั้งหมดสร้างสรรงานที่มีประโยชน์แก่มวลชนดังกล่าว

#### 1.2 ลักษณะโครงสร้างของระบบ

ระบบทั้งหมดถูกออกแบบให้ส่วนของซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ประสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวดังรูป 1.1



รูป 1.1 ระบบรวมทั้งหมดของเครื่องเคาะจังหวะ

แต่ละส่วนถูกสั่งงานด้วยหน่วยควบคุมขนาดเล็กตระกูล MCS®-51 แม้กระทั่งแหล่งจ่ายพลังงานให้ระบบทั้งหมด

ระบบทั้งหมดประกอบด้วย

1. หน่วยควบคุมขนาดเล็ก
2. หน่วยติดต่อกับผู้ใช้
3. หน่วยความถี่ฐาน
4. หน่วยจ่ายพลังงาน

เมื่อมีซอฟต์แวร์สั่งงานที่ดีแล้วระบบทั้งหมดจะทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

### 1.3 ขอบข่ายการทำงานของเครื่องเคาะจังหวะ

การทำงานของเครื่องทั้งหมดถูกควบคุมด้วยซอฟต์แวร์

1. สามารถเลือกความเร็วของโน้ตตัวต่ำ (Quarter Note) ได้ตั้งแต่ 0-255
2. สามารถเลือกรูปแบบการเคาะได้ 4 แบบคือ โน้ตตัวต่ำ (Quarter Note), โน้ตตัวเข็บ 1 ชั้น (Eighth Note), โน้ตสามพยางค์ (Triplets) และโน้ตตัวเข็บ 2 ชั้น (Sixteenth Note)
3. สามารถกำหนดจำนวนห้อง (Measure) ของการเคาะหรือบอกจำนวนห้องที่เคาะไปแล้วได้
4. สามารถตั้งเวลาในการเคาะหรือบอกเวลาที่เคาะไปแล้วได้
5. สามารถเปลี่ยนความดังของเสียงเคาะได้ด้วยซอฟต์แวร์
6. สามารถเก็บค่าที่ตั้งไว้จากข้างบนไม่ให้สูญหายหลังปิดเครื่อง

## บทที่ 2

### ความรู้พื้นฐานเรื่องเวลาทางดนตรี

#### 2.1 จังหวะ (Beat)

เวลาในปัจจุบันมีหน่วยที่เล็กที่สุดคือวินาที วินาทีจึงกลายเป็นหน่วยพื้นฐาน นั่นคือแต่ละวินาทีจะมีความยาวเท่ากับวินาทีก่อนหน้านี้ และวินาทีต่อไป วินาทีเป็นช่วงเวลาที่มีสมบูรณ์ และไม่เปลี่ยนแปลง วินาทีจะเดินหน้าไปด้วยความเร็วคงที่ และจะรวมกันเป็นจำนวนที่แน่นอน กลายเป็นนาฬิกา

ในทำนองเดียวกัน จังหวะทางดนตรีก็เหมือนกับวินาทีของนาฬิกา จังหวะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในการวัดเวลาทางดนตรี จังหวะจึงกลายเป็นหน่วยพื้นฐาน แต่ละจังหวะจะมีความยาวเท่ากับจังหวะก่อนหน้านี้ และจังหวะต่อไป แต่อย่างไรก็ดี จังหวะไม่ใช่จำนวนที่สมบูรณ์ และไม่เปลี่ยนแปลง จังหวะจะไม่เดินหน้าไปด้วยความเร็วคงที่ตลอดเสมอไป จึงทำให้เวลาทางดนตรีแตกต่างจากเวลาของนาฬิกา วินาทีเป็นค่าคงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ความเร็วของจังหวะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยนักดนตรี ในชีวิตประจำวัน เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวินาทีที่เดินหน้าไปอย่างคงที่ แต่ในทางดนตรี นักประพันธ์สามารถเร่งหรือยืดความเร็วของเพลงโดยเปลี่ยนความเร็วของจังหวะ ดังนั้นดนตรีจึงสามารถสร้างความประทับใจได้โดยการหลุดออกจากความเป็นจริงของเวลาที่เดินทางคงที่ต่อไป

จังหวะคือสิ่งที่ง่ายที่สุดของดนตรีที่ผู้ฟังสามารถเข้าถึง และซาบซึ้งได้ เรารับรู้จังหวะที่คงที่ทางกายภาพจากการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ เช่นการตบเท้า การปรบมือ และการเดินร่ำ จังหวะการเคลื่อนไหวของนักเต้น จะสัมพันธ์กับจังหวะดนตรี เรามองเห็นการให้จังหวะได้ชัดเจนจากการสังเกตการตีกองในเพลงร็อก เรารับรู้จังหวะเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่พาเราเคลื่อนที่ไปผ่านเวลาด้วยความเร็วคงที่ บางครั้งจังหวะก็เป็นสิ่งลึกลับ เมื่อสามารถสร้างความรู้สึกล่องลอยผ่านช่วงเวลา การที่ความรู้สึกเคลื่อนที่ไปในเวลานั้นถูกควบคุมโดยจังหวะนั่นเอง

#### 2.2 ความเร็วของจังหวะ (Tempo)

เรามักจะให้จังหวะที่เร็วหมายถึงความตื่นเต้น หัวใจของเราจะเต้นเร็วขึ้นเมื่อเข้าถึงตัวดนตรี และจังหวะที่ช้าจะหมายถึงอารมณ์ที่สงบเยือกเย็น เราจะรู้สึกว่าร่ากาย และจิตใจของเราผ่อนคลายเมื่อเข้าถึงตัวดนตรี ตัวดนตรีเองไม่จำเป็นจะต้องมีจังหวะเพียงจังหวะเดียวหรือเพียงอารมณ์เดียว ผู้ประพันธ์เพลงสามารถเพิ่มหรือลดความรู้สึกเร่งเร้า ได้โดยการเปลี่ยนจังหวะภายในเพลงเดียวกัน

## 2.3 ตัวแสดงความเร็ว

ตัวแสดงความเร็วจะปรากฏอยู่ที่โน้ตดนตรีเพื่อบอกให้นักดนตรีทราบความเร็วของเพลงที่จะเล่น ปกติแล้วตัวแสดงความเร็วจะเป็นภาษาอิตาเลียน แต่ความเร็วสามารถกำหนดให้แน่นอนลงไปอีกโดยใช้ตัวแสดงเมโทรโนม (Metronome Marking) แต่อย่างไรก็ตามไม่มีการกำหนดตายตัวว่าให้ใช้แบบไหน แต่ที่สำคัญจะต้องแสดงถึงความเร็วในระดับเดียวกัน เพื่อที่นักดนตรีจะสามารถเล่นเพลงที่ความเร็วที่ผู้ประพันธ์กำหนดไว้

### 2.3.1 คำที่ใช้อธิบาย

ครั้งหนึ่งภาษาลาตินเป็นภาษานานาชาติที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้คนต่างภาษา และวัฒนธรรม เช่นกันภาษาอิตาเลียนก็เป็นภาษากลางที่ใช้อธิบายดนตรี นักดนตรีทั่วโลกไม่จำเป็นที่จะสามารถทักทายตอนเช้าเป็นภาษาอิตาเลียน แต่ทั่วโลกใช้ภาษาอิตาเลียนในวงการดนตรี โดยสามารถสื่อสารกับผู้คนที่มีภาษาของตนเอง รายชื่อข้างล่างนี้เป็นช่วงของความเร็วอย่างกว้างๆ แต่ความเร็วนั้นเป็นความเร็วโดยประมาณ ตัวชื่อของความเร็วเองมีความหมายในตัวเองที่นักดนตรีแต่ละคนเข้าใจอยู่แล้ว

ภาษาอิตาเลียน	แปลเป็นไทย	ตัวแสดงเมโทรโนม
<i>largo</i>	ช้ามาก	40-60
<i>larghetto</i>	ช้ามาก แต่เร็วกว่า <i>largo</i>	
<i>grave</i>	ช้ามาก ท่าทางมั่นคง	
<i>lento</i>	ช้า	60-66
<i>adagio</i>	ช้า สบายๆ	66-76
<i>andante</i>	ช้าพอดีพอดี (ก้าวเท้าเดิน)	76-108
<i>moderato</i>	ปานกลาง	108-120
<i>allegretto</i>	เร็ว	
<i>allegro</i>	เร็วสนุกสนาน	120-168
<i>vivace</i>	มีชีวิตชีวา	
<i>presto</i>	เร็วมาก	168-200
<i>prestissimo</i>	เร็วที่สุดที่จะทำได้	200-208

คำภาษาอิตาเลียนอื่นที่ใช้เชื่อมคำข้างบนนี้เพื่อบอกรายละเอียดมากขึ้น ดังนี้

ภาษาอิตาเลียน	แปลเป็นภาษาอังกฤษ	แปลเป็นภาษาไทย
<i>assai</i>	very	มาก (วิเศษณ์)
<i>meno</i>	less	น้อย (คุณศัพท์)
<i>molto</i>	much	มาก (คุณศัพท์)
<i>non troppo</i>	not too much	ไม่มากนัก

ภาษาอิตาลี	แปลเป็นภาษาอังกฤษ	แปลเป็นภาษาไทย
piu	more	มากกว่า
poco a poco	little by little	ทีละน้อยทีละน้อย

ดังนั้น คำว่า *allegro assai* แปลว่า “เร็วมาก” และ *allegro non troppo* แปลว่า “ไม่เร็วมากนัก”

คำเหล่านี้แสดงความเร็วของจังหวะ และสามารถบอกถึงลักษณะของอารมณ์ ที่ไม่เพียงบอกเราว่าเพลงนี้เร็วแค่ไหน แต่ยังสามารถบอกความรู้สึกของเพลงดังกล่าวได้ด้วย

### 2.3.2 ตัวแสดงเมโทรโนม (Metronome Marking)

ความเร็วสามารถบอกได้ด้วย ตัวแสดงเมโทรโนม เพื่อแสดงถึงจำนวนจังหวะที่แน่นอนในหนึ่งนาที เช่น ตัวแสดงเมโทรโนม  $\text{♩} = 60$  หมายความว่า จะมีจังหวะโน้ตตัวค่า 60 จังหวะ ภายในหนึ่งนาที นั่นคือแต่ละจังหวะมีความยาวหนึ่งวินาที ความเร็วขนาดนี้ใกล้เคียงคำในภาษา อิตาลี คำว่า *larghetto* จะพบว่าระบบนี้ให้ความแม่นยำกว่าการบอกด้วยคำภาษาอิตาลี ดังนั้นในการแสดง นักดนตรีจะใช้ระบบนี้ แต่การเลือกใช้ตัวแสดงความเร็วก็ขึ้นอยู่กับนักดนตรีแต่ละคนว่าเขาหรือเธอพอใจจะใช้แบบไหนในการแสดง

ระบบบอกความเร็วแบบนี้ถูกคิดค้นโดยผู้ประดิษฐ์เมโทรโนม คือ Dietrich Winkel (ca 1812) เมโทรโนมของเขาประกอบด้วยลูกตุ้มน้ำหนักสองลูกที่ใช้สร้างเสียงที่มีช่วงเวลาคงที่ ถ้าปรับลูกตุ้มน้ำหนักเข้าใกล้ปลายด้านบน ความเร็วจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามต้องการ ถึงแม้ว่าจะไม่มีเมโทรโนม วิธีที่ง่ายที่สุดในการบอกความเร็ว คือใช้การสังเกตเข็มวินาทีบนนาฬิกาข้อมือ แล้วนับจำนวนจังหวะภายใน 15 วินาที แล้วคูณด้วย 4 ก็จะได้จำนวนจังหวะในหนึ่งนาที

## 2.4 การเร่งหรือการลดความเร็วของเพลง

เมื่อเวลาทางดนตรีถูกกำหนดด้วยจังหวะ บางทีเราก็สามารถยืดหยุ่นจังหวะของเพลงได้ ผู้ประพันธ์สามารถเร่งความเร็วของเพลงของเขาได้โดยเปลี่ยนความเร็วทันทีทันใดหรือลดค่าของตัวโน้ตลง (เปลี่ยนจากโน้ตตัวค่าไปเป็นโน้ตตัวเข็มนึงชั้น) การเปลี่ยนความเร็วนี้บางทีก็แบ่งได้ยาก วิธีแรกคือกระโดดไปยังความเร็วค่าใหม่ทันทีเลขหรืออีกวิธีคือเพิ่มความเร็วเป็นสองหรือสี่เท่า อย่างไรก็ตามการแบ่งจังหวะออกเป็นสั้นๆ และค่อยๆ เพิ่มความเร็วขึ้น จะทำให้ผู้ประพันธ์เข้าถึงการเปลี่ยนแปลงความเร็วได้ดีกว่า การค่อยๆ เพิ่มความเร็วแสดงด้วยคำภาษาอิตาลีว่า *accelerando* ในทำนองเดียวกัน การค่อยๆ ลดความเร็วใช้คำว่า *ritardando* ดังนั้นการเร่ง และลดความเร็วของเพลงก็สามารถยืดหยุ่นได้เหมือนยางรัดของ

## 2.5 รูปแบบของจังหวะ

ทุกจังหวะมีความยาวเท่ากันแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกจังหวะจะมีการเน้นเท่ากันหมด ในความเป็นจริงจังหวะจะถูกจับเรียงให้เป็นกลุ่มของจังหวะที่มีทั้งการเน้น และไม่เน้นเสียง เหมือนคำพูดที่เราสามารถแต่งให้มีทั้งคำเน้น และไม่เน้นพยางค์ โดยกลุ่มนี้จะประกอบด้วยจังหวะเน้นหนึ่งจังหวะ และตามด้วยจังหวะที่ไม่เน้นหนึ่งจังหวะหรือมากกว่า เรียกกลุ่มแบบนี้ว่า ห้อง หลายๆ ห้อง เมื่อทำซ้ำเป็นรูปแบบเดียวกัน เรียกรูปแบบของจังหวะ เรารู้ว่าดนตรีเป็นเครื่องวัดเวลา นั่นคือเราใช้รูปแบบของจังหวะที่ประกอบด้วย ห้องที่มีทั้งจังหวะที่เน้น และไม่เน้น ในการวัดเวลาที่เดินทางผ่านไป

### 2.5.1 จังหวะคู่

รูปแบบพื้นฐานที่หนึ่งห้องประกอบด้วยสองจังหวะ คือจังหวะเน้นตามด้วยจังหวะไม่เน้น เรียกว่าจังหวะคู่เช่น เรานับ 1 2 1 2 ก็เป็นการเน้นจังหวะที่หนึ่งในทุกห้อง เรียกว่าจังหวะตก

### 2.5.2 จังหวะสาม

เป็นรูปแบบที่หนึ่งห้องประกอบด้วยจังหวะตกเน้น และตามด้วยจังหวะไม่เน้นสองจังหวะ เช่น เรานับ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 จะมีความรู้สึกเหมือนการเดินรำในจังหวะวอลท์ซ

### 2.5.3 จังหวะสี่

รูปแบบที่หนึ่งห้องประกอบด้วยสี่จังหวะ คือจังหวะตกเน้น และตามด้วยจังหวะไม่เน้นสามจังหวะ ถือเอารูปแบบจังหวะแบบนี้เป็นแบบทั่วไป หรือ จังหวะเพลงเดิน

## 2.6 ลีลาของจังหวะ

เราได้แบ่งเวลาออกเป็นหน่วยย่อยเรียกว่าจังหวะ หลายจังหวะรวมกันเป็นห้อง หลายห้องรวมกันเป็น รูปแบบของจังหวะ เหมือนกับที่เราแบ่งเวลาในนาฬิกาเป็นวินาที นาที และชั่วโมง อย่างไรก็ตามก็ดี คนตรีก็ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามส่วนของเวลาที่สร้างขึ้น แต่แปรเปลี่ยนไปตามตามช่วงเวลา การที่ดนตรีเลื่อนไหลไปเราเรียกว่า ลีลาของจังหวะ เพื่อแสดงลีลาของจังหวะจึงจำเป็นต้องมีระบบที่ช่วยในการแสดงออกมาเป็นรูปธรรม

## 2.7 การแบ่ง และการรวมเวลา

ลักษณะของเครื่องหมายแสดงลีลาของจังหวะ ในแถบยุโรป-อเมริกา จะใช้ระบบการแบ่งเวลา คือจะแบ่งเวลาทั้งหมดออกเป็นช่วงเล็กๆ ส่วนนักดนตรีในแถบอื่นของโลก รวมทั้งแอฟริกา และเอเชีย จะใช้ระบบที่แตกต่างไป คือใช้ระบบการรวมเวลา ที่สร้างลีลาของจังหวะโดยการรวมหน่วยของเวลาเข้าด้วยกัน และการใช้ระบบทั้งสองจะทำให้เกิดความแตกต่างกันอย่างมากของวัฒนธรรมทางดนตรีของพวกเรา จึงไม่แปลกใจเลยที่ชาวอเมริกันจะไม่เข้าใจในขณะเครื่องเคาะของแอฟริกันตะวันตก หรือ

นักดนตรีอินเดียก็ยากที่จะเล่นตามวงเครื่องสายของบิโธเฟน เราจึงมีระบบการแสดงผลเวลาทางดนตรีสองแบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

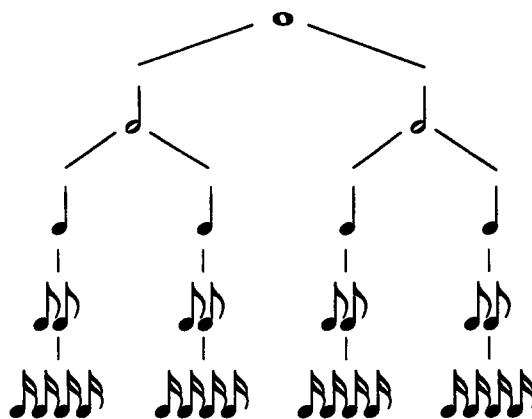
## 2.8 ตัวโน้ตทางดนตรี

ระบบการแสดงผลเวลาทางดนตรีของเรามีความสัมพันธ์กับช่วงเวลา ตัวโน้ตเช่น โน้ตตัวกลม, โน้ตตัวขาว และโน้ตตัวดำ ไม่ได้ใช้เพื่อแสดงช่วงเวลาที่ยาวตัว เราใช้สัญลักษณ์แสดงช่วงเวลาที่มีสัมพันธ์กับค่าของโน้ตตัวอื่น เช่นโน้ตตัวขาวสองตัวรวมกันเท่ากับโน้ตตัวกลม นั่นคือโน้ตตัวกลมจะมีความยาวทางดนตรีเป็นสองเท่าของโน้ตตัวขาว และโน้ตห้าตัวที่ใช้กันทั่วไปคือ



รูป 2.1 ตัวโน้ตที่ใช้กันในปัจจุบัน

และค่าของตัวโน้ตก็จะสามารถแบ่งได้อย่างง่าย โน้ตแต่ละตัวจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวซ้ายมือ และมีค่าเป็นสองเท่าของโน้ตตัวขวามือ รูปข้างล่างนี้แสดงค่าของตัวโน้ตตัวต่างๆ



รูป 2.2 ความยาวของตัวโน้ต

## 2.9 โน้ตสามพยางค์

ความสัมพันธ์จากรูปข้างบน แสดงว่าค่าที่สัมพันธ์กับแบบสองเท่าคือ ครึ่งหนึ่ง, หนึ่งในสี่, หนึ่งในแปด และหนึ่งในสิบหก จึงเป็นการดีเมื่อเราเขียนจังหวะที่ความสัมพันธ์กันดังกล่าว แต่จะไม่ค่อยยืดหยุ่นมากพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของลีลาของจังหวะ นั่นคือไม่มีการแบ่งโน้ตตัวกลมออกเป็นจำนวนคี่ แต่ถ้าเราต้องการเช่นนั้นก็ทำได้คือ โน้ตสามพยางค์ โน้ตสามพยางค์

จะแบ่งค่าของตัวโน้ตให้ละเอียดขึ้นคือ อนุญาตให้แบ่งโน้ตตัวกลมออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กัน เขียนรวมโน้ตทั้งสามด้วยเส้นโค้งหรือที่เรียกว่าสเลอ (slur) และเติมเลข 3 ไว้ข้างบนหรือข้างล่าง ซึ่งทำให้เราสามารถแสดงโน้ตสามพยางค์ที่จะเล่นโดยใช้เวลาเท่ากับโน้ตสองตัว เช่นเดียวกัน เราสามารถแบ่งให้เป็นจำนวนคี่แบบอื่นเช่น โน้ตห้าพยางค์ แทนที่โน้ตสี่ตัว หรือโน้ตเจ็ดพยางค์ แทนที่โน้ตหกตัว โดยเติมตัวเลขข้างบนหรือข้างล่าง



รูป 2.3 โน้ตสามพยางค์

## 2.10 ตัวประจุก

อีกวิธีที่ทำให้ลีลาของจังหวะยืดหยุ่นขึ้นคือ การประจุก โดยการเติมจุดทางด้านขวาของตัวโน้ต จะสามารถเพิ่มค่าของตัวโน้ตอีกครั้งหนึ่งของค่าของตัวเอง เช่นเรารู้ว่าโน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับโน้ตตัวเข็ปัด หนึ่งชั้นสองตัว ถ้าเราเพิ่มจุดที่ตัวโน้ตตัวดำจะมีค่าเป็น โน้ตตัวเข็ปัดหนึ่งชั้นสองตัวบวกกับค่าอีกครั้งหนึ่งของตัวมันเอง (โน้ตตัวเข็ปัดหนึ่งชั้น) หรือเป็นโน้ตตัวเข็ปัดหนึ่งชั้นสามตัวนั่นเอง ตัวประจุกจะทำให้เพลงมีความรู้สึกเหมือนเดินรำ และมักจะใช้ในจังหวะสวิงของเพลงแจ๊ซ

## 2.11 ความสัมพันธ์ระหว่างลีลาของจังหวะ และความเร็วของจังหวะ

เมื่อเรารู้จักถึงความสัมพันธ์ของช่วงความยาวของโน้ตแต่ละตัว แต่เรายังไม่สามารถกำหนดความยาวของโน้ตนั้นได้อย่างเฉพาะเจาะจง คือเรารู้ว่าโน้ตตัวขาวเล่นเร็วกว่าโน้ตตัวกลมสองเท่า แต่โน้ตตัวขาวตัวนั้นยาวนานเท่าไร

ในช่วงต้นของบท เรากำหนดความเร็วของจังหวะเป็นอัตราเร็วของจังหวะที่เคลื่อนที่ไป เพื่อที่จะกำหนดค่าของโน้ตต่างๆ ลงไปเลยนั้น เราจำเป็นต้องกำหนดค่าของโน้ตตัวหนึ่งเพื่อที่จะสามารถกำหนดค่าของโน้ตตัวอื่นได้ด้วย เช่นถ้าเรากำหนดให้ในหนึ่งนาทีมี 60 จังหวะ เราจะรู้ว่าโน้ตตัวดำมีความยาวหนึ่งวินาที หรือโน้ตตัวขาวมีความยาวเป็นสองเท่าคือสองวินาที

ค่าความยาวของตัวโน้ตจะแปรผันไปตามความเร็วของจังหวะ ตัวกำหนดเมโทรโนมเป็นตัวบอกความเร็วของจังหวะว่ามีกี่จังหวะในหนึ่งนาที ดังนั้น  $\text{♩} = 120$  หมายถึง จะมีโน้ตตัวดำ 120 ตัวในหนึ่งนาที และโน้ตตัวดำจะมีความยาวครึ่งวินาที นั่นคือ โน้ตตัวกลมจะยาวสองวินาที โน้ตตัวขาวจะยาวหนึ่งวินาที และโน้ตตัวเข็ปัดหนึ่งชั้นจะยาวหนึ่งในสี่ของวินาที

## 2.12 ตัวหยุด

ดนตรีแสดงเวลาผ่านทางเสียง แต่จะทำได้ถ้าไม่มีเสียง เหมือนกับที่เราไม่สามารถแบ่งวัน แต่ละวันออกจากกันถ้าไม่มีกลางคืนมาเป็นตัวแบ่งกลางวันออกจากกัน เช่นเดียวกันในทางดนตรี แต่ละเสียงถูกแบ่งโดยความเงียบ ทุกๆ เสียงมาจาก และกลับไปสู่ความเงียบ เราสามารถแสดงความเงียบเหมือนกับการแสดงช่วงเวลาที่ไม่มีเสียง ตัวหยุดจะมีค่าเป็นสัดส่วนกันเหมือนตัวโน้ต เช่นความยาวของโน้ตตัวต่ำจะมีความยาวเท่ากับตัวหยุดของโน้ตตัวต่ำ ตัวหยุดมีดังนี้



รูป 2.4 ตัวหยุดที่ใช้กันในปัจจุบัน

## 2.13 อัตราส่วนของตัวโน้ต และรูปแบบของจังหวะ

ในช่วงที่แล้วเรารู้ว่ารูปแบบของจังหวะคือกลุ่มของจังหวะที่เน้น และไม่เน้นหรือห้องที่รวมเข้าด้วยกัน เช่นจังหวะคู่ และจังหวะสาม ทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะ และความยาว ของตัวโน้ต และเราจะเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของจังหวะ และการแปรผันของความยาวของตัวโน้ต ในที่สุดเราก็เข้าใจรูปแบบของจังหวะ

## 2.14 อัตราส่วนของตัวโน้ต

ความเร็วของจังหวะบอกถึงความเร็วที่จังหวะเคลื่อนที่ไป รูปแบบของจังหวะบอกเราถึงกลุ่มของจังหวะในห้อง และความแปรผันของค่าของตัวโน้ตทำให้เรารู้ถึงความสัมพันธ์จังหวะ และช่วงเวลา เมื่อรู้ทั้งหมดก็ทำให้เรารู้ค่าของตัวโน้ตที่เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วที่แน่นอนภายในห้อง โดยไว้ที่จุดเริ่มต้นของเพลงด้วยอัตราส่วนของโน้ต อัตราส่วนของโน้ตประกอบด้วยตัวเลขสองตัว เลขตัวบนบอกถึงจำนวนจังหวะภายในห้อง และเลขตัวล่างบอกค่าของตัวโน้ตในแต่ละจังหวะ เช่น  $\frac{4}{4}$  เลขตัวบนบอกว่ามีสี่จังหวะภายในห้อง เลขตัวล่างบอกว่าแต่ละจังหวะคือโน้ตตัวต่ำ จังหวะแรกหรือจังหวะตกเป็นจังหวะที่เน้น รูปต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเขียนโน้ตในห้องหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็น  $\frac{4}{4}$



รูป 2.5 การแสดงจังหวะในห้อง

## 2.15 ประเภทของรูปแบบของจังหวะ

จังหวะหลายๆ รูปแบบถูกจัดเป็น แบบอย่างง่าย, แบบรวม, แบบไม่สมมาตร และแบบผสม

### 2.15.1 รูปแบบอย่างง่าย

รูปแบบอย่างง่ายนี้จะมีเลข 2,3 หรือ 4 เป็นเลขตัวบน และจังหวะจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนเช่น

จังหวะคู่	จังหวะสาม	จังหวะสี่
<b>2 2 2</b>	<b>3 3 3</b>	<b>4 4 4</b>
<b>2 4 8</b>	<b>2 4 8</b>	<b>2 4 8</b>

### 2.15.2 รูปแบบรวม

รูปแบบอย่างนี้พิจารณาจังหวะพื้นฐานบนสองระดับ ที่ระดับพื้นฐาน จังหวะพื้นฐานถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มละสามจังหวะ และที่ระดับสูงขึ้นไป แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสามจังหวะจะประกอบด้วยกลุ่มละ 2,3 หรือ 4 จังหวะในแต่ละห้อง ผู้นำเพลงมักจะใช้ระดับสูงขึ้นไป แต่นักดนตรีก็จะแบ่งจังหวะของผู้นำเพลงออกเป็นสามจังหวะ





ระดับพื้นฐาน (กลุ่มละ 3 จังหวะ)

ระดับสูงขึ้นไป (รูปแบบละสองตัวโน้ต)

การสร้างรูปแบบจังหวะแบบรวม ทำได้ง่ายๆ โดยคูณเลขตัวบนของรูปแบบอย่างง่ายด้วยสาม ที่เรียกรูปแบบรวมเพราะที่จังหวะเน้นมักจะเป็นแบบคู่ สาม หรือ สี่ แต่ จังหวะมักจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน เช่น

จังหวะคู่	จังหวะสาม	จังหวะสี่
<b>6 6 6</b>	<b>9 9 9</b>	<b>12 12 12</b>
<b>2 4 8</b>	<b>2 4 8</b>	<b>2 4 8</b>

### 2.15.3 รูปแบบไม่สมมาตร

รูปแบบอย่างนี้จะประกอบไปด้วยจังหวะมีจำนวนแปลกออกไป เราสามารถแบ่งจังหวะเป็นกลุ่มละสอง และสามจังหวะ เพื่อสร้างรูปแบบที่น่าตื่นเต้นด้วยจังหวะเน้นที่น่าประหลาดใจ เช่น  $\frac{5}{4}$  เราสามารถแบ่งเป็น



### 2.15.4 รูปแบบผสม

นักดนตรีสามารถเปลี่ยนรูปแบบของจังหวะได้ตามต้องการ เพลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของจังหวะก็เพื่อที่จะเปลี่ยนจังหวะนั้น และเปลี่ยนความเร็วของจังหวะ จึงกลายมาเป็นรูปแบบผสม เช่น



นักดนตรีสามารถเปลี่ยนแปลงการรับรู้เวลาของนาฬิกาด้วยเสียง ผู้ประพันธ์สามารถควบคุมช่วงความยาวของเสียง ผ่านทางลีลาของจังหวะซึ่งสัมพันธ์กับจังหวะ ความเร็วของจังหวะ รูปแบบของจังหวะ และการแปรผันของค่าของตัวโน้ต ค่าเหล่านี้สามารถอธิบาย และแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ ความเร็วของจังหวะสามารถแสดงด้วยคำในภาษาอิตาเลียน หรือตัวแสดงเมโทรโนม รูปแบบของจังหวะแสดงถึงสัดส่วนของจังหวะในห้อง และบอกถึงค่าของตัวโน้ตแต่ละจังหวะ และสุดท้าย การแปรผันของค่าของตัวโน้ต แสดงโดยสัญลักษณ์ที่บอกถึงช่วงเวลาของเสียงหรือความเงียบ

### บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์ของระบบ

#### 3.1 ฮาร์ดแวร์ของ 8051

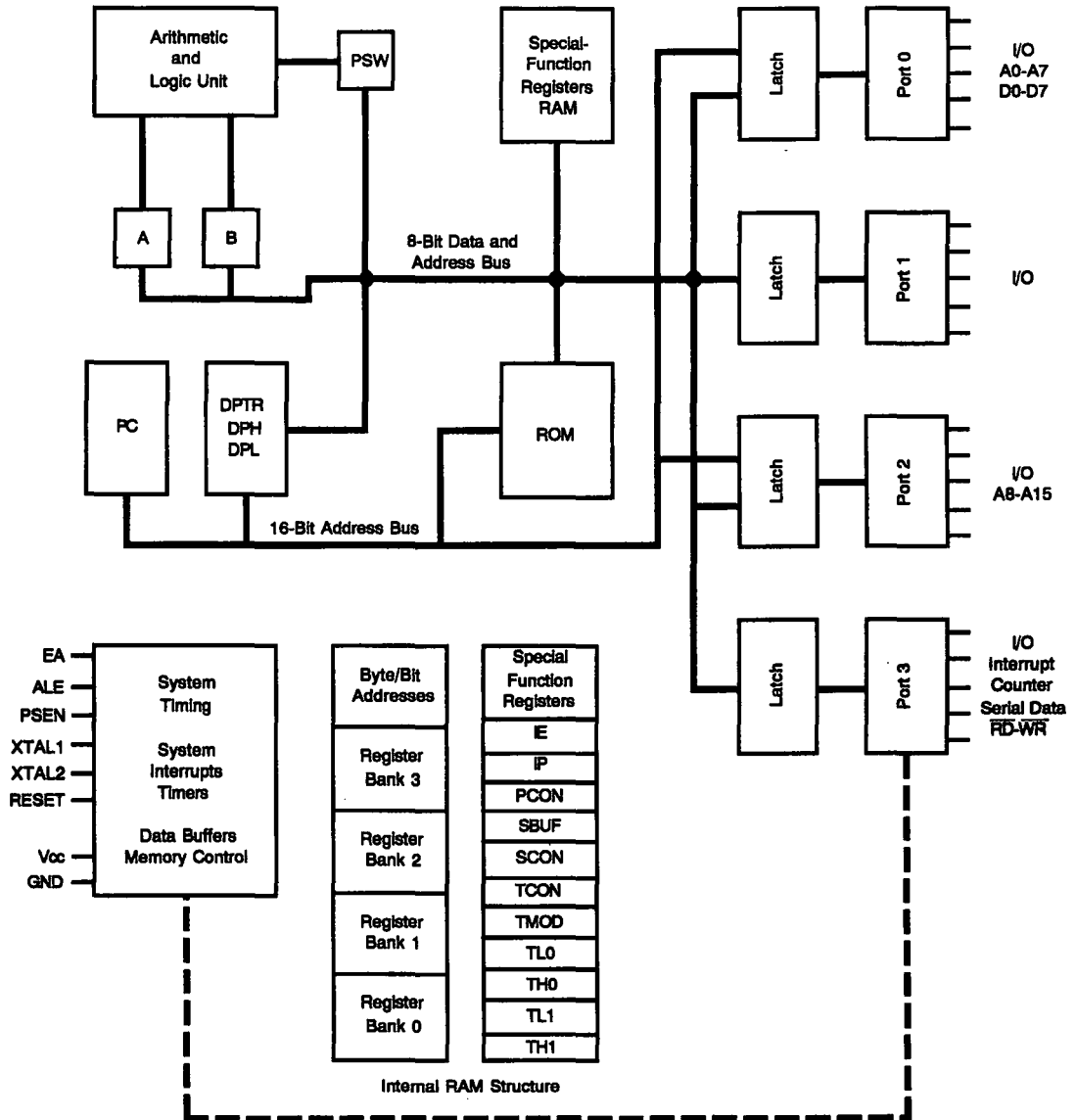
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล 8051 ประกอบด้วย ตั้งแต่ 8031 ถึง 8751 ทั้งโครงสร้างทั้งแบบ N-Channal Metal Oxide Semiconductor (NMOS) และ Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) บนตัวถังหลายแบบ ที่พิเศษคือ เบอร์ 8052 ที่สามารถถูกโปรแกรมด้วยภาษาเบสิกได้ รูป 3.1 แสดงถึงลักษณะเฉพาะของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วย

- หน่วยความจำทั้งถาวร และชั่วคราวภายใน
- พอร์ตอินพุต และเอาต์พุต ที่สามารถโปรแกรมแต่ละบิตได้
- วงจรตั้งเวลา/วงจรมับในตัว
- การสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) คือ โปรแกรมเคาน์เตอร์ หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์ และตรรก (ALU) รีจิสเตอร์ใช้งาน และวงจรสร้างความถี่นาฬิกา

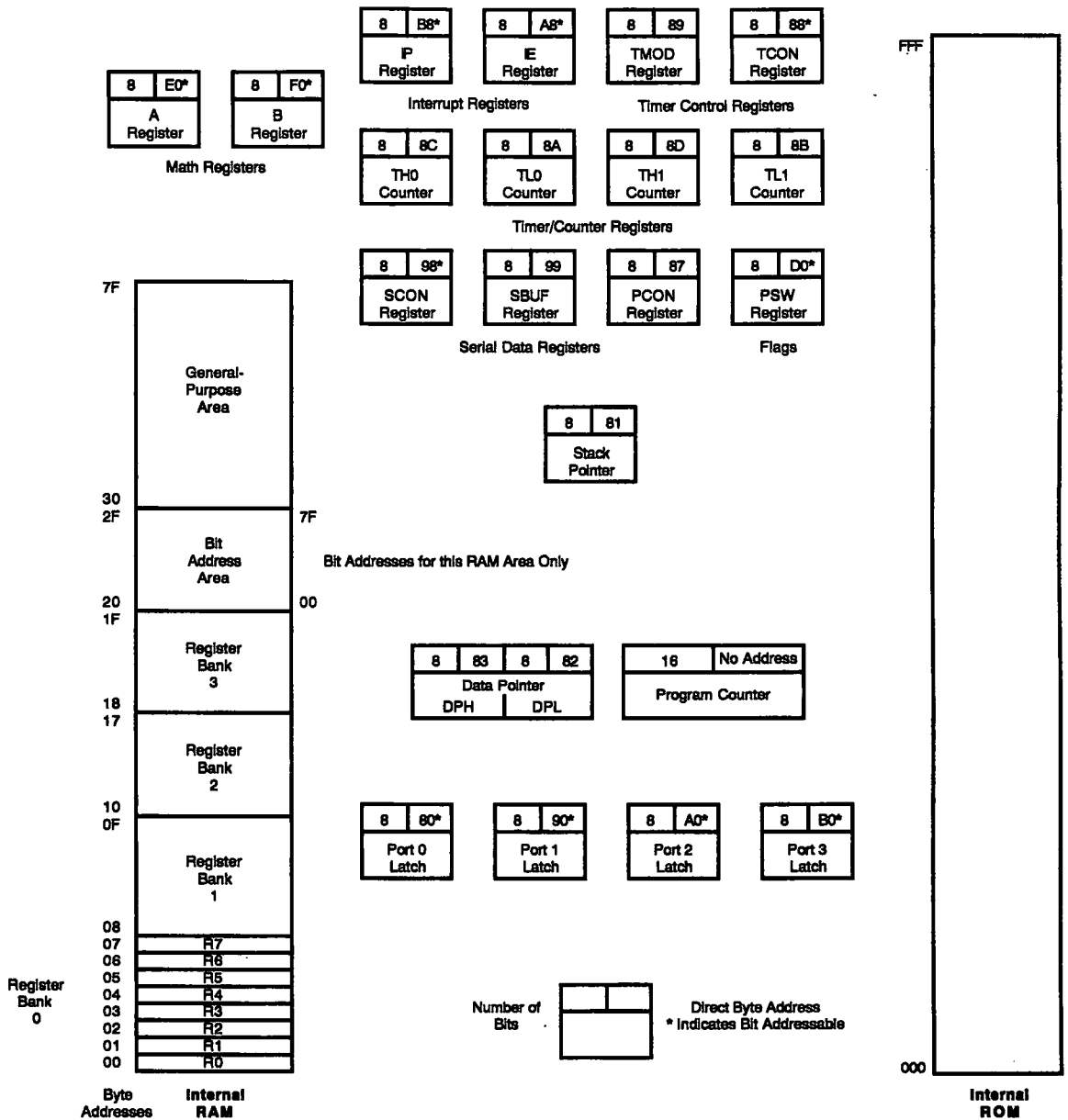
สถาปัตยกรรมของ 8051 ประกอบด้วย

- หน่วยประมวลผลกลางขนาด 8 บิต รวมทั้งรีจิสเตอร์ A (ตัวสะสม : acc) และ B
- โปรแกรมเคาน์เตอร์ (PC) และตัวชี้ตำแหน่งข้อมูล (DPTR) ขนาด 16 บิต
- โปรแกรมสเตตัสเวิร์ด (PSW) ขนาด 8 บิต
- ตัวชี้แสตค (SP) ขนาด 8 บิต
- หน่วยความจำภายในแบบ ROM หรือ EPROM (เบอร์ 8781) ขนาดตั้งแต่ 0K (8051) ถึง 4K (8051)
- หน่วยความจำชั่วคราวภายในขนาด 128 ไบท์ ประกอบด้วย  
    กลุ่มของรีจิสเตอร์ 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีรีจิสเตอร์ 8 ตัว  
    หน่วยความจำที่สามารถใช้งานแบบบิตได้จำนวน 16 ไบท์  
    หน่วยความจำข้อมูลใช้งานทั่วไป จำนวน 80 ไบท์
- ขาอินพุต และเอาต์พุตขนาด 32 บิต หรือจัดเป็นพอร์ตละ 8 บิตได้ 4 พอร์ต คือ P0-P3
- วงจรตั้งเวลา/วงจรมับขนาด 16 บิต 2 ตัว คือ T0 และ T1
- ตัวรับส่งข้อมูลแบบอนุกรม แบบฟูลดูเพล็กซ์ : SBUF
- รีจิสเตอร์ควบคุม เช่น TCON, TMOD, SCON, PCON, IP และ IE
- รีบอินเตอร์รัพท์จาก 2 แหล่งภายนอก และ 3 แหล่งภายใน

- วงจรกำเนิดความถี่นาฬิกา



รูป 3.1 สถาปัตยกรรมของ 8051



รูป 3.2 โครงสร้างการเขียนโปรแกรม

แบบจำลองการเขียนโปรแกรม บน 8051 แสดงไว้ในรูป 3.2 ประกอบด้วย รีจิสเตอร์ขนาด 8 บิต 16 บิต และตำแหน่งหน่วยความจำขนาด 8 บิต ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้โดยตรงจากคำสั่งภายในของตัว 8051 แบบจำลองดังกล่าว ชับซ้อนกัน เพราะเหล่ารีจิสเตอร์พิเศษทั้งหลายที่จะทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์

รีจิสเตอร์ส่วนใหญ่มีหน้าที่เฉพาะของตัวเอง จึงมีตำแหน่งประจำของตัวเอง และมีชื่อเรียกเฉพาะ เช่น A, TH0 หรือ PC ตำแหน่งดังกล่าว ที่จริงแล้วก็คือ หน่วยความจำกลุ่มเดียวกับหน่วยความจำภายใน

รีจิสเตอร์แต่ละตัว ยกเว้น โปรแกรมเคาน์เตอร์ จะมีที่อยู่คือหน่วยความจำภายในขนาด 1 ไบท์นั่นเอง และจากรูป 3.2 ถ้ารีจิสเตอร์ตัวใดมีเครื่องหมาย\* รีจิสเตอร์ตัวนั้นสามารถเข้าถึงได้ทั้งแบบบิท และแบบไบท์ นั่นคือ ที่ตำแหน่งของรีจิสเตอร์ตัวนั้นสามารถถูกอ่านหรือเปลี่ยนแปลงได้ หรือที่แต่ละบิทของตำแหน่งของรีจิสเตอร์ตัวนั้นสามารถถูกอ่านหรือเปลี่ยนแปลงได้

ขาต่างๆ ของ 8051 บนตัวถังดินตะขาบขนาด 40 ขา แสดงไว้ในรูป 3.3 ประกอบด้วยชื่อเต็ม และชื่อย่อของสัญญาณแต่ละขา จะเห็นว่ามีขาหลายขาที่สามารถทำงานได้หลายอย่าง (หน้าที่อื่นบอกไว้ในวงเล็บที่ขาในรูป) แต่ไม่สามารถทำงานหลายอย่างได้พร้อมกัน

Port 1 Bit 0	1 P1.0	Vcc 40	+ 5V
Port 1 Bit 1	2 P1.1	(AD0) P0.0 39	Port 0 Bit 0 (Address/Data 0)
Port 1 Bit 2	3 P1.2	(AD1) P0.1 38	Port 0 Bit 1 (Address/Data 1)
Port 1 Bit 3	4 P1.3	(AD2) P0.2 37	Port 0 Bit 2 (Address/Data 2)
Port 1 Bit 4	5 P1.4	(AD3) P0.3 36	Port 0 Bit 3 (Address/Data 3)
Port 1 Bit 5	6 P1.5	(AD4) P0.4 35	Port 0 Bit 4 (Address/Data 4)
Port 1 Bit 6	7 P1.6	(AD5) P0.5 34	Port 0 Bit 5 (Address/Data 5)
Port 1 Bit 7	8 P1.7	(AD6) P0.6 33	Port 0 Bit 6 (Address/Data 6)
Reset Input	9 RST	(AD7) P0.7 32	Port 0 Bit 7 (Address/Data 7)
Port 3 Bit 0 (Receive Data)	10 P3.0 (RXD)	(Vpp)/EA 31	External Enable (EPROM Programming Voltage)
Port 3 Bit 1 (XMIT Data)	11 P3.1 (TXD)	(PROG)ALE 30	Address Latch Enable (EPROM Program Pulse)
Port 3 Bit 2 (Interrupt 0)	12 P3.2 ( $\overline{\text{INT0}}$ )	$\overline{\text{PSEN}}$ 29	Program Store Enable
Port 3 Bit 3 (Interrupt 1)	13 P3.3 ( $\overline{\text{INT1}}$ )	(A15) P2.7 28	Port 2 Bit 7 (Address 15)
Port 3 Bit 4 (Timer 0 Input)	14 P3.4 (T0)	(A14) P2.6 27	Port 2 Bit 6 (Address 14)
Port 3 Bit 5 (Timer 1 Input)	15 P3.5 (T1)	(A13) P2.5 26	Port 2 Bit 5 (Address 13)
Port 3 Bit 6 (Write Strobe)	16 P3.6 ( $\overline{\text{WR}}$ )	(A12) P2.4 25	Port 2 Bit 4 (Address 12)
Port 3 Bit 7 (Read Strobe)	17 P3.7 ( $\overline{\text{RD}}$ )	(A11) P2.3 24	Port 2 Bit 3 (Address 11)
Crystal Input 2	18 XTAL2	(A10) P2.2 23	Port 2 Bit 2 (Address 10)
Crystal Input 1	19 XTAL1	(A9) P2.1 22	Port 2 Bit 1 (Address 9)
Ground	20 Vss	(A8) P2.0 21	Port 2 Bit 0 (Address 8)

รูป 3.3 การจัดขาของ 8051

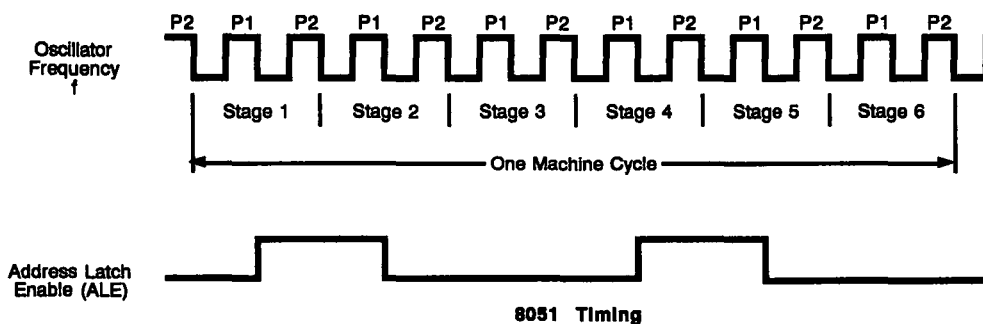
ดังนั้น ในการออกแบบจึงจำเป็นต้องเลือกใช้เพียงหน้าที่เดียวของขาอื่นๆ มาใช้งาน เช่น พอร์ต 3 บิต 0 (P3.0) สามารถใช้เป็น I/O หรือเป็นขาอินพุท (RxD) ของ SBUF ตัวพักข้อมูลที่เข้ามาแบบอนุกรม ก็ต้องเลือกใช้เป็นเพียงขา I/O หรือ RxD

### 3.2 วงจรกำเนิดความถี่นาฬิกาบน 8051

หัวใจของ 8051 คือวงจรมีความถี่สัญญาณนาฬิกาบนตัวเองที่เพียงแค่อคริสตอล และวงจรถ่ายเรโซแนนซ์ภายนอกเท่านั้น โดยความถี่ที่ได้จะเท่ากับความถี่ของคริสตอล ตัว 8051 ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ตั้งแต่ 1 MHz ถึง 16 MHz

ช่วงเวลาที่สั้นที่สุดของสัญญาณนาฬิกาความถี่  $f$  เรียกว่า พัลส์ P ช่วงเวลาที่สั้นที่สุดของการทำงานคำสั่งที่ง่ายที่สุดเรียกว่าแมชชีนไซเคิล แมชชีนไซเคิลประกอบขึ้นด้วยสเตต 6 สเตต แต่ละสเตตไมโครคอนโทรลเลอร์จะใช้อ้างอิงในการทำงานต่างๆ เช่น อ่านออปโค้ดเข้ามา ตีความออปโค้ด ทำคำสั่งตามออปโค้ด หรือเขียนข้อมูล โดยหนึ่งสเตตประกอบด้วยพัลส์ 2 ลูก ดังรูป 3.4

คำสั่งแต่ละคำสั่งอาจต้องการหนึ่ง สอง หรือสี่แมชชีนไซเคิลเพื่อทำคำสั่งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของคำสั่ง คำสั่งจะถูกอ่านเข้ามา และกระทำโดยตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เองอัตโนมัติ เมื่อเริ่มรีเซ็ตระบบก็จะทำการอ่านคำสั่งในหน่วยความจำโปรแกรมที่ตำแหน่ง 0000h



รูป 3.4 แมชชีนไซเคิล

### 3.3 หน่วยความจำภายนอก

การออกแบบระบบของ 8051 นี้ ไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงหน่วยความจำชั่วคราว และถาวรภายในที่มีอยู่เท่านั้น โดยที่สามารถต่อหน่วยความจำทั้งสองอย่างเพิ่มภายนอก โดยสามารถเรียกใช้ได้โดยโปรแกรมเคาน์เตอร์ขนาด 16 บิต และ DPTR โดยมีขาสัญญาณควบคุมที่แตกต่างกัน เพื่อเรียกใช้หน่วยความจำถาวร และชั่วคราว ทั้งความถูกต้องของการเรียกใช้ก็ขึ้นอยู่กับ ช่วงแมชชีนไซเคิล และคำสั่งที่กำลังทำอยู่

มีเหตุผลมากมายที่ทำให้ต้องต่อหน่วยความจำภายนอกเพิ่ม คือเมื่อเราเริ่มพัฒนาระบบ ถ้าเราใช้ 8051 ก็จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมาก จึงมีการออกแบบ 8751 ออกมาให้ใช้ โดยสามารถบันทึก

โปรแกรม และถ้ามีปัญหาที่ลบออกแล้วโปรแกรมเข้าไปใหม่ได้ หน่วยความจำบน 8751 เป็นแบบ EPROM ขนาดความจุ เพียง 4K จึงเป็นข้อจำกัดถ้าโปรแกรมของเราใหญ่กว่านี้

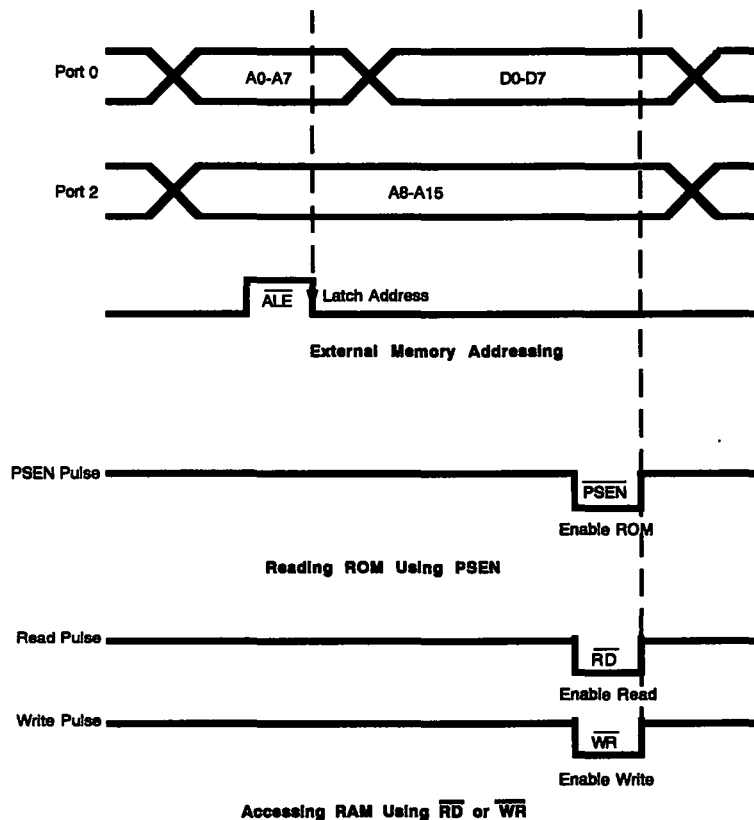
ทางออกคือ เลือกใช้ 8031 ที่ไม่มี ROM ในตัว สามารถใช้หน่วยความจำภายนอกได้เต็มที่ เพียงแต่ต่อขา  $\overline{EA}$  ลงกราวด์ได้เท่านั้น

### 3.3.1 การต่อหน่วยความจำภายนอก

เมื่อตัดสินใจใช้ 8031 แล้ว ก็จำเป็นต้องต่อหน่วยความจำโปรแกรมจากภายนอก และต่อขา  $\overline{EA}$  ลงกราวด์

8031 จะใช้ P0 เป็นทั้ง data bus และ low byte address bus ส่วน P2 จะใช้เป็น high byte address bus โดย low byte address จาก P0 จะต้องถูกแลทช์ให้ค้าง เมื่อเป็นสัญญาณ address ให้หน่วยความจำภายนอก ตัว 8031 จะส่งสัญญาณ ALE ออกมาเมื่อทำงานนี้ หลังจากนั้น P0 ก็จะสลับไปทำงานเป็น data bus ทันที

ถ้าต้องการเข้าถึง หน่วยความจำโปรแกรมภายนอก 8031 มีขา  $\overline{PSEN}$  เป็นสัญญาณเพื่อทำงานนี้ และถ้าต้องการเข้าถึง หน่วยความจำข้อมูลภายนอก ก็ใช้สัญญาณจากขา  $\overline{RD}$  และ  $\overline{WR}$  แทน



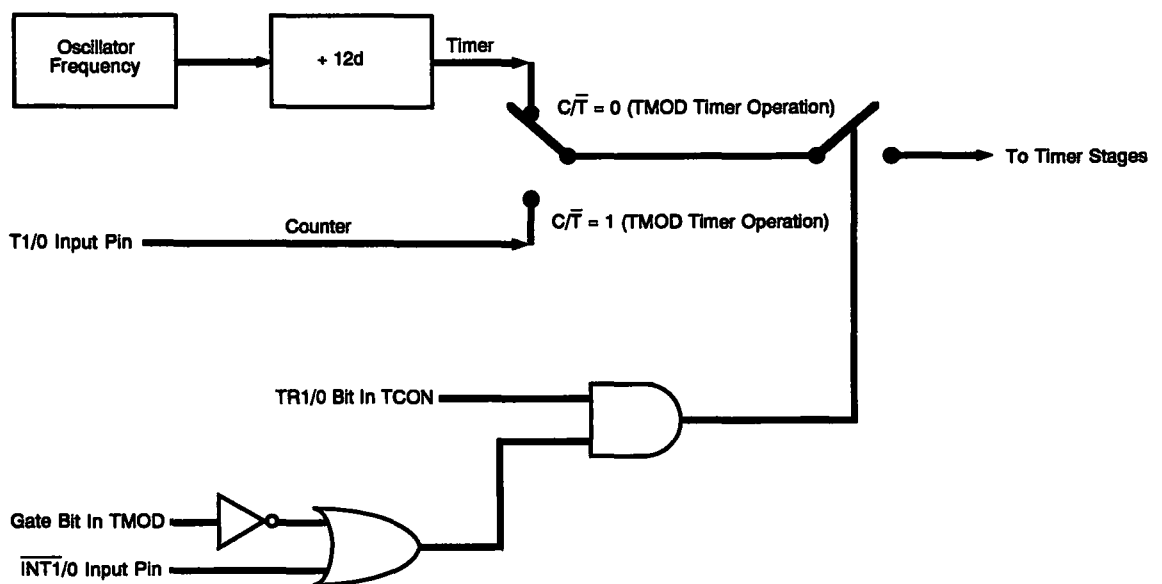
รูป 3.5 แผนผังเวลาของระบบ

### 3.4 วงจรตั้งเวลา/วงจรรนับ

8031 มีวงจรรนับขึ้นขนาด 16 บิตที่สามารถโปรแกรมได้อยู่ 2 ตัว คือ T0 และ T1 โดยสามารถนับสัญญาณนาฬิกาภายในตัว 8031 เอง หรือจากภายนอกก็ได้ ดังรูป 3.6

วงจรรนับแต่ละตัวแบ่งออกเป็น รีจิสเตอร์ขนาด 8 บิต 2 ตัว เรียก Timer low (TL0, TL1) และ Timer high (TH0, TH1) เราสามารถโปรแกรมการทำงานของมันได้โดยสั่งในรีจิสเตอร์ควบคุมการทำงานของไทม์เมอร์ (TMOD) รีจิสเตอร์ควบคุมวงจรรนับ และวงจรถึงเวลา (TCON) และสั่งจากตัวโปรแกรมเอง

รีจิสเตอร์ TMOD ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนที่เหมือนกันทุกประการ แต่ละส่วนควบคุมวงจรถึงเวลาแต่ละวงจรรแยกจากกัน ส่วนรีจิสเตอร์ TCON มีส่วนนับเบิ้ลบนเป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการทำงานของวงจรถึงเวลา และส่วนนับเบิ้ลล่างใช้ควบคุมสัญญาณอินเทอร์รัพท์จากภายนอก



รูป 3.6 ลอจิกควบคุมการทำงานของวงจรถึงเวลา/วงจรรนับ

### 3.4.1 รีจิสเตอร์ควบคุมการทำงานของวงจรถัดเวลา/วงจรมนับ

#### 3.4.1.1 Timer Control (TCON)

		7	6	5	4	3	2	1	0
		TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
บิต	สัญลักษณ์	การทำงาน							
7	TF1	Timer 1 Overflow flag. เซ็ตเมื่อวงจรถัดเวลาเพิ่มจาก 0ffh เป็น 00h เคลียร์เมื่อทำการบริการการอินเตอร์รัพท์ที่ตำแหน่ง 001Bh							
6	TR1	Timer 1 Run Control bit เซ็ตเป็น 1 โดยโปรแกรมเพื่อเริ่มต้นการทำงานของวงจรถัดเวลา เคลียร์เป็น 0 โดยโปรแกรมเพื่อให้หยุดทำงาน แต่ไม่รีเซ็ตค่าในวงจรถัดเวลา							
5	TF0	Timer 0 Overflow flag. เซ็ตเมื่อวงจรถัดเวลาเพิ่มจาก 0ffh เป็น 00h เคลียร์เมื่อทำการบริการการอินเตอร์รัพท์ที่ตำแหน่ง 000Bh							
4	TR0	Timer 0 Run Control bit เซ็ตเป็น 1 โดยโปรแกรมเพื่อเริ่มต้นการทำงานของวงจรถัดเวลา เคลียร์เป็น 0 โดยโปรแกรมเพื่อให้หยุดทำงาน แต่ไม่รีเซ็ตค่าในวงจรถัดเวลา							
3	IE1	External interrupt 1 edge flag เซ็ตเป็น 1 เมื่อสัญญาณอินเตอร์รัพท์ที่รับเข้ามาทางขา P3.3 ( $\overline{INT1}$ ) เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0 เคลียร์เมื่อทำการบริการการอินเตอร์รัพท์ที่ตำแหน่ง 0013h ไม่มีผลต่อวงจรถัดเวลา							
2	IT1	Exterenal interrupt 1 signal type control bit เซ็ตเป็น 1 โดยโปรแกรมเพื่อกำหนดให้รับการอินเตอร์รัพท์ที่ขอบขาลง เซ็ตเป็น 0 โดยโปรแกรมเพื่อกำหนดให้รับการอินเตอร์รัพท์ที่ระดับสัญญาณต่ำ ที่เข้ามาที่ $\overline{INT1}$							
1	IE0	External interrupt 0 edge flag เซ็ตเป็น 1 เมื่อสัญญาณอินเตอร์รัพท์ที่รับเข้ามาทางขา P3.2 ( $\overline{INT0}$ ) เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0 เคลียร์เมื่อทำการบริการการอินเตอร์รัพท์ที่ตำแหน่ง 0013h ไม่มีผลต่อวงจรถัดเวลา							
0	IT0	Exterenal interrupt 0 signal type control bit เซ็ตเป็น 1 โดยโปรแกรมเพื่อกำหนดให้รับการอินเตอร์รัพท์ที่ขอบขาลง เซ็ตเป็น 0 โดยโปรแกรมเพื่อกำหนดให้รับการอินเตอร์รัพท์ที่ระดับสัญญาณต่ำ ที่เข้ามาที่ $\overline{INT0}$							

TCON สามารถเข้าถึงแบบบิตได้คือ TCON.0 ถึง TCON.7

### 3.4.1.2 Timer Mode Control (TMOD)

7	6	5	4	3	2	1	0
Gate	C/T	M1	M0	Gate	C/T	M1	M0
[ Timer1 ]				[ Timer0 ]			

บิต	สัญลักษณ์	การทำงาน
7/3	Gate	ออร์เกตในรูป 3.6 จะทำการควบคุมการทำงานของวงจรถัดเวลา 1/0 โดยเซตเป็น 0 โดยโปรแกรมเพื่อทำให้วงจรถัดเวลาทำงานถ้าบิต TR1/0 ใน TCON ถูกเซต และสัญญาณที่ขา $\overline{INT1/0}$ เป็น 1 เคลียร์โดยโปรแกรมเพื่อทำให้วงจรถัดเวลาทำงานเพียงถ้าบิต TR1/0 ใน TCON ถูกเซต
6/2	C/T	เซตเป็น 1 โดยโปรแกรมเพื่อให้วงจรถัดเวลาเป็นวงจรถัดเวลาเพื่อนับพัลส์จากภายนอกที่เข้ามาที่ขา P3.5 (T1) หรือ P3.4 (T0) เคลียร์เป็น 0 โดยโปรแกรมเพื่อให้วงจรถัดเวลาเป็นวงจรถัดเวลาเพื่อนับพัลส์ภายใน
5/1	M1	บิตเลือกโหมดการทำงานของวงจรถัดเวลา/วงจรถัดเวลา บิตที่ 1
4/0	M0	บิตเลือกโหมดการทำงานของวงจรถัดเวลา/วงจรถัดเวลา บิตที่ 0

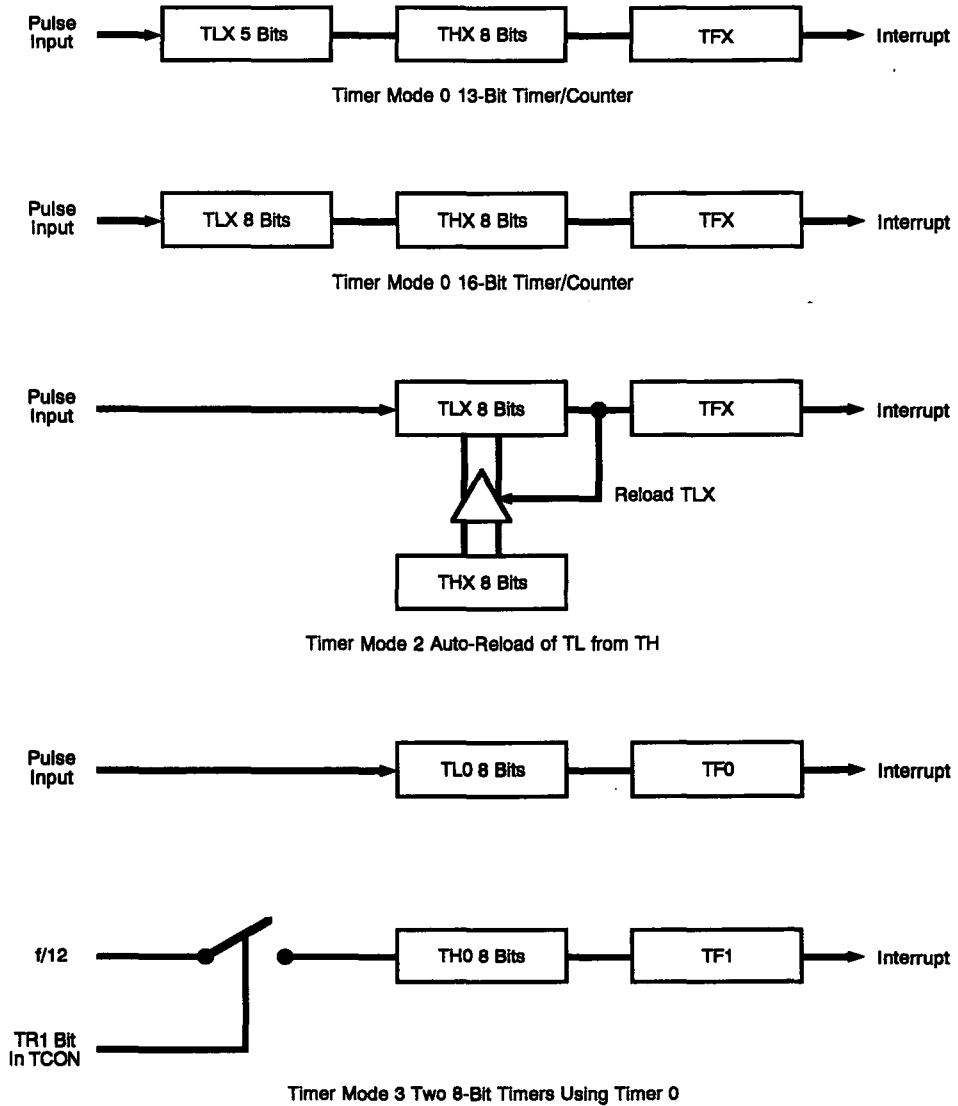
M1	M0	โหมด
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	3

TMOD ไม่สามารถเข้าถึงแบบบิตได้

### 3.4.2 การอินเทอร์รัพท์ของวงจรถัดเวลา/วงจรถัดเวลา

วงจรถัดเวลาที่อยู่บนชิพจะช่วยงานหน่วยประมวลผล คือ เมื่อโปรแกรมต้องการนับจำนวนพัลส์ภายในหรือภายนอกชิพ ค่าที่จะนับก็จะอยู่ที่วงจรถัดเวลา นั่นคือค่าเริ่มต้นต้องเท่ากับค่าสูงสุดลบด้วยค่าที่ต้องการนับแล้วบวกหนึ่ง วงจรถัดเวลาจะเริ่มนับจากค่าเริ่มต้นไปเรื่อยๆ จนถึงค่าสูงสุดแล้วกลับมาเป็นศูนย์ จากนั้นก็จะทำการเซตไทม์เมอร์แฟล็ก เงื่อนไขของแฟล็กดังกล่าว อาจจะตรวจสอบด้วยโปรแกรมเพื่อให้รู้ว่าการนับได้เสร็จแล้ว หรืออาจอาศัยการอินเทอร์รัพท์การตั้งเวลา

ถ้าวงจรถัดเวลาถูกกำหนดให้เป็นวงจรถัดเวลา นั่นคือการนับสัญญาณนาฬิกาภายใน 8051 ที่หารด้วย 12 แล้ว เช่น ถ้าความถี่ของ 8051 คือ 6 MHz สัญญาณนาฬิกาที่นับจะมีความถี่ 500 kHz



รูป 3.7 โหมดการทำงานของวงจรถัดเวลา/วงจรรนับ

### 3.4.3 โหมดการทำงานของวงจรถัดเวลา/วงจรรนับ

#### 3.4.3.1 โหมด 0

คือวงจรถัดเวลาขนาด 13 บิต ที่เหมือนกับ MCS<sup>®</sup>-48 วงจรถัดเวลา 13 บิต ประกอบด้วยรีจิสเตอร์ THx ขนาด 8 บิต และ TLx ขนาด 5 บิต

#### 3.4.3.2 โหมด 1

เหมือนกับในโหมด 0 เพียงแต่ รีจิสเตอร์ TLx มีขนาดถึง 8 บิตหรือเป็นวงจรถัดเวลาขนาด 16 บิตนั่นเอง

### 3.4.3.3 โหมด 2

ประกอบด้วยรีจิสเตอร์ TLx ขนาด 8 บิตที่สามารถโหลดค่าเริ่มต้นที่เก็บไว้ใน THx ไปไว้ใน TLx ได้อัตโนมัติ นั่นคือ เมื่อวงจรมับนับถึงค่าสูงสุดในจังหวะที่นับกลับมา ยังศูนย์ จะนำค่าที่อยู่ใน THx ไปเก็บไว้ใน TLx แล้วทำการนับต่อได้เลย

### 3.4.3.4 โหมด 3

วงจรถึงเวลา T0 และ T1 สามารถถูกกำหนดให้ทำงานโหมดใดก็ได้อิสระต่อกัน แต่ในโหมดนี้ทำไม่ได้ คือ ถ้ากำหนด T0 ในโหมด 3 ก็จะกลายเป็น วงจรมับขนาด 8 บิตที่อิสระต่อกัน 2 ชุด TLO จะถูกควบคุมด้วยขาเกทในรูป 3.6 และจะเซตแฟล็ก TFO เมื่อโอเวอร์โฟลจาก OFFh ไป 00h ส่วน TH0 จะรับสัญญาณนาฬิกาภายในชิพ ภายใต้การควบคุมของบิต TR1 เท่านั้น และจะเซต TF1 เมื่อโอเวอร์โฟล T1 จะสามารถกำหนดให้ทำงานในโหมดใดก็ได้ แต่จะไม่มีอินเตอร์รัพท์ เพราะ T0 ใช้แฟล็ก TF1 อยู่ เมื่อเปลี่ยนการทำงานของ T1 มาเป็นโหมด 3 วงจรมับก็จะหยุดทำงาน และคงค่าที่นับได้ไว้

### 3.4.4 การนับ

ข้อแตกต่างระหว่างการนับ และการตั้งเวลา คือ แหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกา เมื่อเราใช้งานวงจรถึงเวลาสัญญาณนาฬิกาที่ป้อนให้กับวงจรถึงเวลา คือ สัญญาณนาฬิกาจากวงจรถึงเวลาความถี่บนชิพที่ถูกหารด้วย 12 แต่ถ้าเราใช้งานเป็นวงจรมับแล้ว วงจรถึงเวลาจะรับสัญญาณนาฬิกาที่ป้อนมาจากภายนอก เข้ามาทางขา T0 (P3.4) ให้กับวงจรมับที่ศูนย์ และที่เข้ามาจาก T1 (P3.5) ให้กับวงจรมับที่หนึ่ง และบิต C/T ใน TMOD จะต้องเซตเป็น 1 เมื่อได้รับพัลส์เข้ามาทางขา Tx ดังกล่าว

สัญญาณที่ป้อนเข้าที่ขา Tx จะถูกตรวจจับทุก ๆ ช่วง P2 เซกทที่ 5 ของทุก ๆ แมกซ์ซิมัมเคลิ์ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะจาก high เป็น low ค่าในวงจรมับก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งค่า และสถานะดังกล่าวต้องคงไว้ไปตลอดแมกซ์ซิมัมเคลิ์เพื่อให้การนับแน่นอนมากขึ้น นั่นคือสัญญาณนาฬิกาหลักจะผ่านไป 24 ลูก จึงทำให้สัญญาณความถี่สูงสุดที่สามารถตรวจจับได้มีค่าเท่ากับ ความถี่ของสัญญาณนาฬิกาหารด้วย 24 เช่น ถ้าระบบของเราใช้คริสตอล 6 MHz จะทำให้สามารถวัดสัญญาณที่ความถี่สูงสุด 250 kHz

## 3.5 การควบคุมอินเตอร์รัพท์

รีจิสเตอร์ IE เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ควบคุมการอินเตอร์รัพท์จากแหล่งต่าง ๆ โดยสามารถควบคุมการอินเตอร์รัพท์ทั้งหมด หรือควบคุมเฉพาะบางอินเตอร์รัพท์ก็ได้

แต่ละบิตของรีจิสเตอร์ IE ถ้าถูกเซตเป็นหนึ่งหมายถึง ยอมให้มีการอินเตอร์รัพท์จากแหล่งดังกล่าว และยังมีบิตที่เหลือชื่อ EA ที่เป็นตัวกำหนดการอินเตอร์รัพท์ทั้งหมด

### 3.5.1 รีจิสเตอร์ควบคุมการอินเทอร์รัพท์

#### 3.5.1.1 Interrupt Enable (IE)

		7	6	5	4	3	2	1	0
		EA	-	ET2	ES	ET	EX	ET0	EX0
บิต	สัญลักษณ์	การทำงาน							
7	EA	Enable interrupt bit เคลียร์เป็น 0 โดยโปรแกรมเพื่อทำให้อินเทอร์รัพท์ทั้งหมดไม่ได้รับการบริการ เซ็ตเป็น 1 เพื่อสามารถควบคุมการอินเทอร์รัพท์จากแหล่งทั้งหมดได้โดยอิสระ							
6	-	ไม่มีการใช้งาน							
5	ET2	จองไว้ใช้ในอนาคต							
4	ES	Enable serial port interrupt เซ็ตเป็น 1 โดยโปรแกรมเพื่อตอบสนองการอินเทอร์รัพท์จากพอร์ทอนุกรม เคลียร์เป็น 0 เพื่อไม่ตอบสนองการอินเทอร์รัพท์จากพอร์ทอนุกรม							
3	ET1	Enable timer 1 overflow interrupt เซ็ตเป็น 1 โดยโปรแกรมเพื่อตอบสนองการอินเทอร์รัพท์จากวงจรตั้งเวลาที่ 1 เคลียร์เป็น 0 เพื่อไม่ตอบสนองการอินเทอร์รัพท์จากวงจรตั้งเวลาที่ 1							
2	EX1	Enable external interrupt 1 เซ็ตเป็น 1 โดยโปรแกรมเพื่อตอบสนองการอินเทอร์รัพท์จากขา $\overline{INT1}$ เคลียร์เป็น 0 เพื่อไม่ตอบสนองการอินเทอร์รัพท์จากขา $\overline{INT1}$							
1	ET0	Enable timer 0 overflow interrupt เซ็ตเป็น 1 โดยโปรแกรมเพื่อตอบสนองการอินเทอร์รัพท์จากวงจรตั้งเวลาที่ 0 เคลียร์เป็น 0 เพื่อไม่ตอบสนองการอินเทอร์รัพท์จากวงจรตั้งเวลาที่ 0							
0	EX0	Enable external interrupt 0 เซ็ตเป็น 1 โดยโปรแกรมเพื่อตอบสนองการอินเทอร์รัพท์จากขา $\overline{INT0}$ เคลียร์เป็น 0 เพื่อไม่ตอบสนองการอินเทอร์รัพท์จากขา $\overline{INT0}$							

IE สามารถเข้าถึงแบบบิตได้คือ IE.0 ถึง IE.7

### 3.6 ระบบควบคุม

ประกอบด้วย 80C31 ทำงานที่ความถี่ 11.0592 MHz ต่อเพิ่มหน่วยความจำภายนอกทั้งหน่วยความจำโปรแกรม (27C64) และหน่วยความจำข้อมูล (6116)

6116 จะใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ที่ถูกตั้งโดยผู้ใช้งาน และข้อมูลเหล่านี้จะไม่สูญหายไปหลังจากปิดเครื่อง โดยมีชิพ MXD1210 เป็นอุปกรณ์ช่วยในการรักษาข้อมูลบน 6116 ไว้ตลอดไป

หน่วยความจำข้อมูลของระบบ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล ตำแหน่ง 0000h—00FFh
2. ชุดแสดงผลแบบพลิกเหลว (LCM) ตำแหน่ง 4000h—4003h
3. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (82C55) ตำแหน่ง 4800h—4803h

สัญญาณที่ใช้เข้าถึงหน่วยความจำแบบต่างๆ

$\overline{\text{PSEN}}$

หน่วยความจำโปรแกรม

$\overline{\text{RD}}, \overline{\text{WR}}$

หน่วยความจำข้อมูล

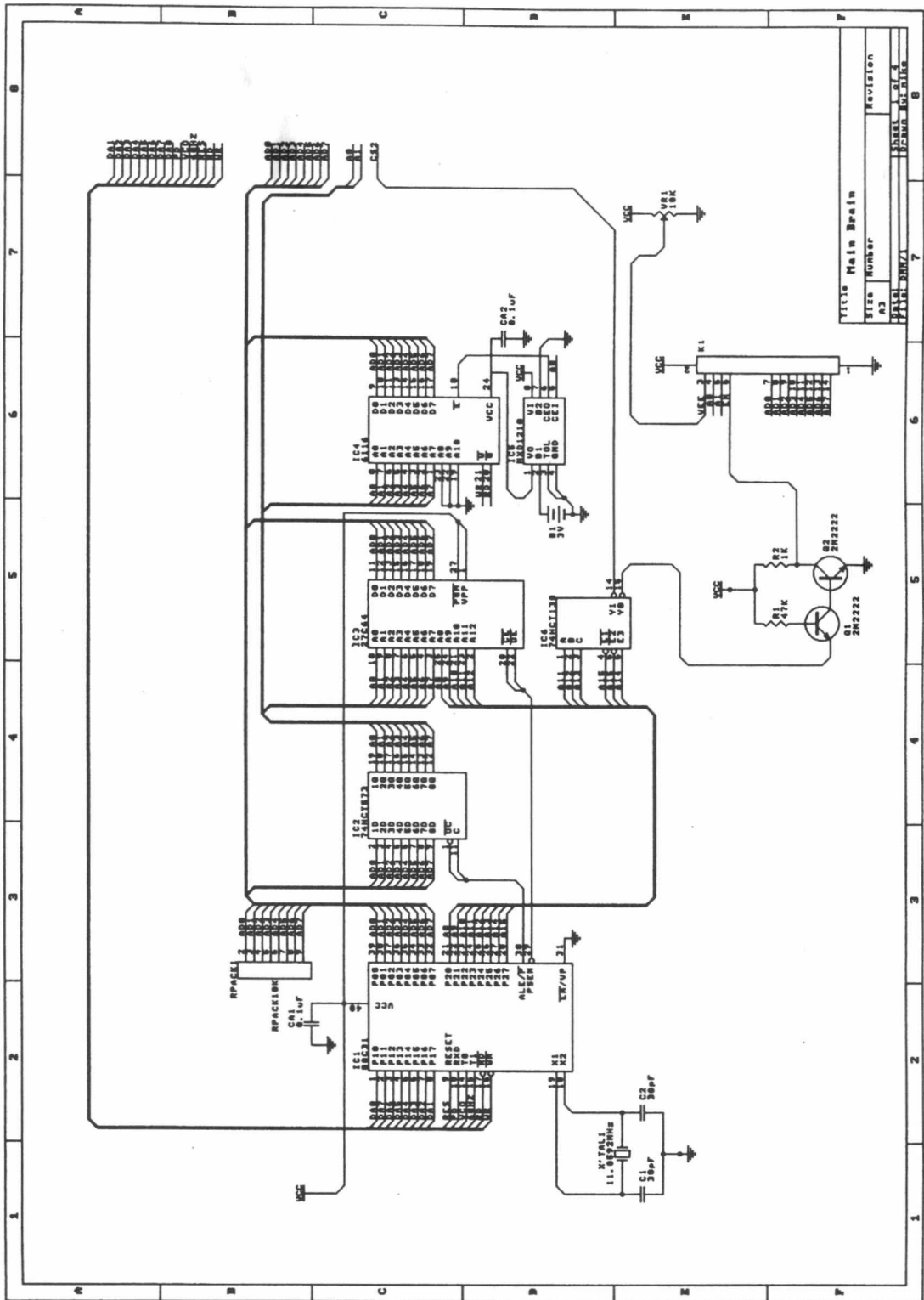
CS1 จากขา Y0 ของ 74HCT138

ชุดแสดงผลแบบพลิกเหลว

CS2 จากขา Y1 ของ 74HCT138,

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้

$\overline{\text{RD}}, \overline{\text{WR}}$



รูป 3.8 วงจรส่วนควบคุมขนาดเล็ก

### 3.7 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้

หัวใจหลักของส่วนนี้คือ ชิพสำเร็จรูปเบอร์ 8255 ที่ใช้ต่อเข้ากับระบบเพื่อเพิ่มพอร์ตให้กับ ไมโครโปรเซสเซอร์ ถึง 3 พอร์ต คือ พอร์ต A พอร์ต B และพอร์ต C โดยพอร์ต C สามารถแบ่งการทำงานได้ 2 ชุด อิสระต่อกัน คือ พอร์ต C บน ตั้งแต่บิต PC4—PC7 และพอร์ต C ล่าง ตั้งแต่บิต PC0—PC3

#### 3.7.1 การต่อเข้าระบบ

8255 ถูกกำหนดให้อยู่ในส่วนของหน่วยความจำข้อมูลของ 8031 ช่วงตำแหน่ง 4800h—4803h นั่นคือพอร์ตต่างๆ จะมีตำแหน่งดังนี้

พอร์ต A	4800h
พอร์ต B	4801h
พอร์ต C	4802h
พอร์ตควบคุม	4803h

และทำการกำหนดลักษณะใช้งานแต่ละพอร์ต ดังนี้

พอร์ต A	เอาต์พุต
พอร์ต B	เอาต์พุต
พอร์ต C บน	เอาต์พุต
พอร์ต C ล่าง	อินพุต

ส่วนต่างๆ ที่ติดต่อกับผู้ใช้

#### 3.7.2 ส่วนแปลงเสียง

ระบบสามารถแปลงเสียงออกมาได้ โดยการแปลงข้อมูลดิจิตอล 8 บิตให้เป็นสัญญาณเสียง โดยใช้วงจร R-2R ladder สัญญาณที่ออกมาจะอยู่ในรูปคลื่นสี่เหลี่ยม การที่เลือกใช้ DAC แบบ R-2R ladder นี้เพราะราคาถูก และการสร้างเสียงแบบนี้จะทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงความดังของสัญญาณเสียงได้ด้วย

สัญญาณเสียงที่ได้จะถูกนำมาขยายอีกทีเพื่อให้มีความดังพอเหมาะ ด้วยวงจรขยายเสียงที่มีคุณภาพดี คือ ชิพเบอร์ LM386 นั่นเอง

#### 3.7.3 การสร้างสัญญาณเสียง

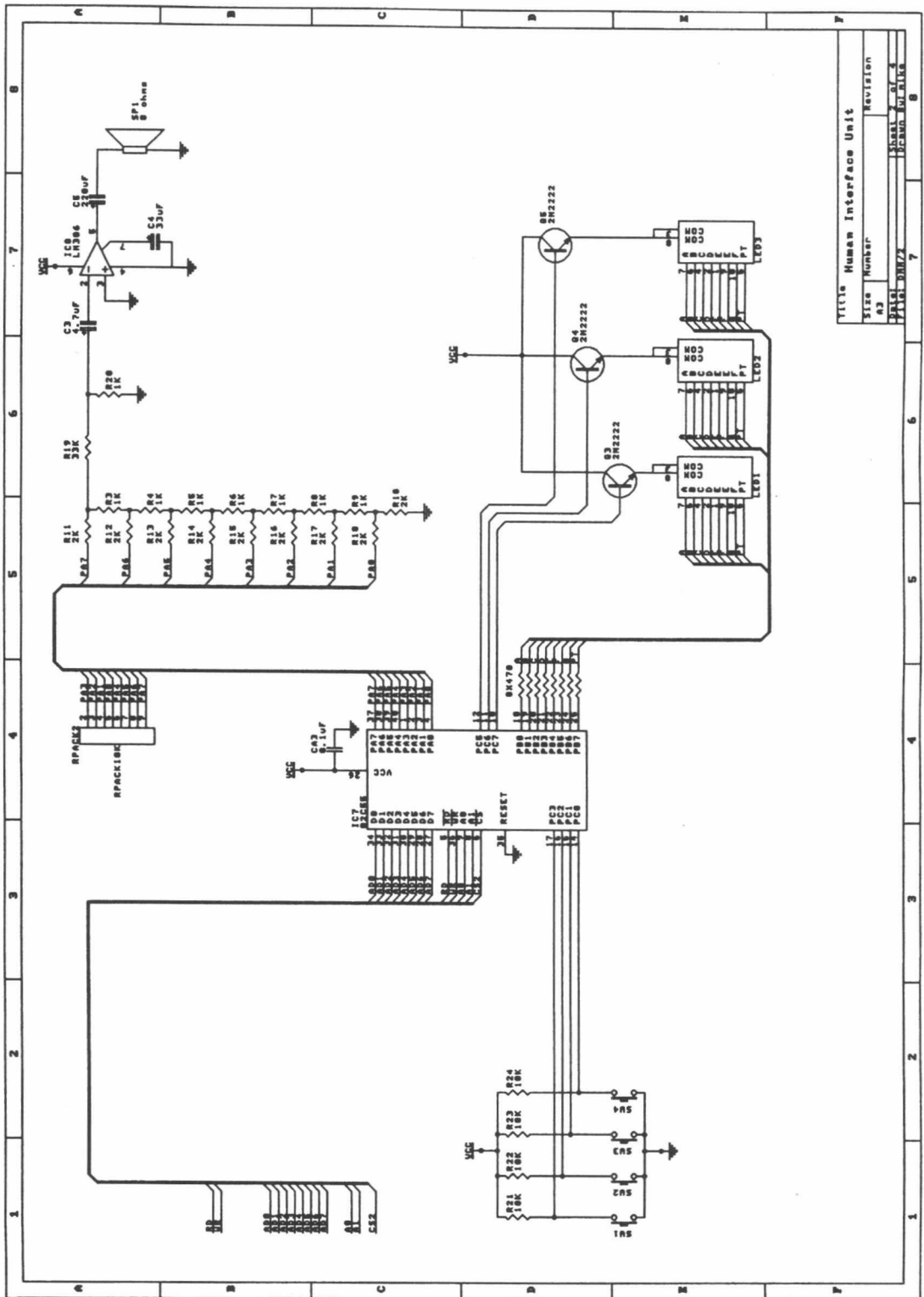
การสร้างสัญญาณเสียง วิธีที่ง่ายที่สุดคือ สร้างคลื่นสี่เหลี่ยมที่มีความถี่อยู่ในย่านเสียง เพียงแค่ส่งข้อมูลดิจิตอลออกมาสลับกับไม่ส่งข้อมูล เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น ข้อมูลดิจิตอลที่ส่งออกมาถ้ามีค่ามาก ก็จะทำให้สัญญาณเสียงที่มีความดังของเสียงมาก ถ้าข้อมูลดิจิตอลที่ส่งออกมามีค่าน้อย ก็จะทำให้สัญญาณเสียงที่มีความดังของเสียงน้อยนั่นเอง จึงนำจุดนี้มาประยุกต์ใช้ให้สามารถปรับความดังของเสียงได้ด้วยโปรแกรม

### 3.7.4 ตัวเลขแสดงความเร็วของจังหวะ

ตัวเลขที่แสดงมีจำนวน 3 หลัก วิธีที่ประหยัดที่สุดคือการมัลติเพล็กซ์สายข้อมูล เพื่อให้ใช้สายข้อมูลเพียงชุดเดียว ตัวเลขที่ใช้เป็นแบบอาโนดร่วม สายข้อมูลที่ต่อเข้าคือพอร์ท B และใช้พอร์ท C บนเป็นสัญญาณมัลติเพล็กซ์ นั่นคือการทำที่ทำให้ตัวเลขทั้งสามหลัก มองเห็นเหมือนติดตลอด ทำได้โดยส่งข้อมูลออกไปตลอดแล้วเลือกว่าตัวเลขหลักไหนจะติดด้วยความเร็วสูง

### 3.7.5 ปุ่มกด

เนื่องจากระบบมีความสะดวกสบายในการใช้ จึงมีปุ่มกดเพียง 4 ปุ่ม ปุ่มกดทั้งสี่ ต่อตรงเข้าที่พอร์ท C ล่าง โดยมีตัวต้านทาน  $10k\Omega$  พูลอัพได้ นั่นคือ ถ้าปุ่มไหนถูกกด ลอจิกของบิทนั้นจะเป็นศูนย์ เราสามารถตรวจสอบปุ่มกดได้โดยการอ่านข้อมูลของพอร์ท C ล่างเข้าไป แล้วตรวจสอบว่าบิทไหนเป็นศูนย์ เพื่อเทียบต่อไปว่าปุ่มใดถูกกด



รูป 3.9 วงจรส่วนติดต่อกับผู้ใช้

### 3.8 ความถี่ฐานเวลา

การที่จังหวะคนตรีดำเนินไปเรื่อยๆ เปรียบเหมือน สัญญาณนาฬิกาที่มีความถี่ต่างๆ กัน ถ้าความเร็วโน้ตตัวต่ำมาก เหมือนกับสัญญาณความถี่สูง ถ้าความเร็วของโน้ตตัวต่ำน้อย เหมือนกับสัญญาณมีความถี่ต่ำ เพียงแต่หน่วยของความถี่ของโน้ตตัวต่ำเป็นต่อนาที แตกต่างกับสัญญาณนาฬิกาที่มีหน่วยเป็นต่อวินาที

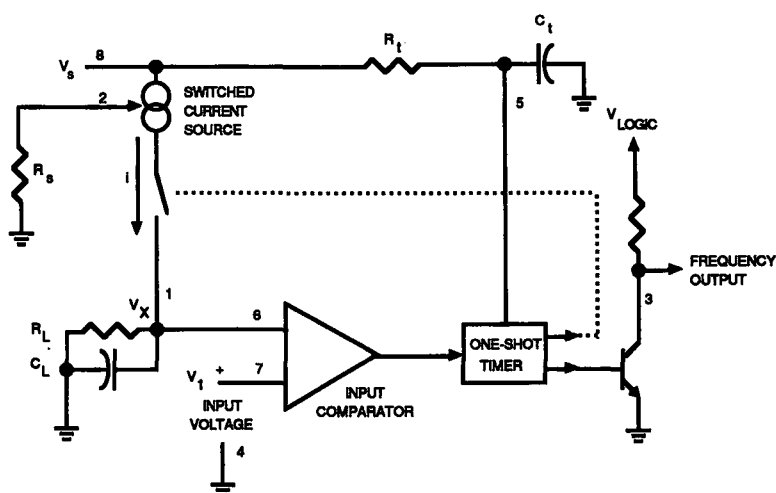
จากความคิดตรงนี้ จึงสามารถนำมาสร้าง ความเร็วโน้ตตัวต่ำ ได้จากวงจรกำเนิดความถี่นาฬิกาธรรมดา แล้วนำสัญญาณดังกล่าวมาหาร 60 เพื่อให้ได้สัญญาณความถี่ที่มีหน่วยเป็นต่อนาที เป็นความเร็วของโน้ตตัวต่ำ

#### 3.8.1 Voltage Control Oscillator (VCO)

VCO เป็นการแปลงสัญญาณแบบหนึ่ง คือ แปลงจากสัญญาณรูปแรงดันให้เป็นสัญญาณความถี่ VCO ถูกนำมาใช้มากในวงจรเฟสล็อกคูลูป

หัวใจของส่วนนี้คือ LM331 ที่มีคุณลักษณะพิเศษจากชิพลักษณะเดียวกันคือ สามารถทำงานได้ด้วยไฟเลี้ยงเดี่ยวคือ 5V ให้แรงดันเอาท์พุทที่ใช้งานได้กับระดับลอจิกทุกชนิด, กันไฟต่ำ และราคาถูก หลักการของการใช้งาน LM331 เป็นวงจรแปลงแรงดันเป็นความถี่อย่างง่าย

LM331 เป็นวงจรเดี่ยวที่ถูกออกแบบมาเพื่อความแม่นยำ และความคล่องตัว ในการใช้งานเป็นวงจรแปลงแรงดันเป็นความถี่ หรือตรงกันข้าม บล็อกไดอะแกรมอย่างง่ายของ LM331 ได้แสดงดังรูป 3.10 ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายกระแสที่ควบคุมได้ วงจรเปรียบเทียบแรงดันขาเข้า และวงจรตั้งเวลาแบบวันช็อต



รูป 3.10 ส่วนประกอบของ LM331

การเข้าใจการทำงานได้ดีที่สุดทำได้โดยพิจารณาจากรอบการทำงานของวงจร แปลงแรงดันเป็นความถี่ที่มีการต่อตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุภายนอกไว้แล้ว

วงจรเปรียบเทียบแรงดัน ทำการเปรียบเทียบแรงดันขาเข้าที่เป็นบวก  $V_1$  ที่เข้ามาที่ขา 7 กับแรงดัน  $V_x$  ที่ขา 6 ถ้า  $V_1$  มากกว่า วงจรเปรียบเทียบแรงดันจะทำการทริกวงจรถั่งเวลาแบบวันช็อต เอาท์พุทของวงจรถั่งเวลาจะทำให้ทรานซิสเตอร์ผลิตความถี่ขาออก และแหล่งจ่ายกระแสทำงานเป็นเวลานาน  $t = 1.1R_1C_1$  ในช่วงเวลานี้กระแส  $i$  จะไหลจ่ายแหล่งจ่ายกระแส โดยป้อนประจุที่มีค่าคงที่  $Q = i \times t$  ให้กับ  $C_L$  นั่นคือเป็นการประจุให้  $V_x$  สูงกว่า  $V_1$  เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา จะไม่มีกระแส  $i$  ไหลอีก และวงจรถั่งเวลาที่จะรีเซ็ตตัวเอง

ขณะที่ไม่มีกระแสไหลเข้ามาที่ขา 1 ดังนั้น  $C_L$  จะค่อย ๆ คายประจุผ่านทาง  $R_L$  จนกระทั่ง  $V_x$  ลดลงต่ำกว่า  $V_1$  ก็จะทำให้ วงจรเปรียบเทียบแรงดันทำการทริกวงจรถั่งเวลา และเริ่มต้นคาบเวลาต่อไป

กระแสที่ไหลเข้า  $C_L$  จะมีค่าประมาณ  $I_{AVE} = i \times (1.1 \times R_1C_1) \times f$  ของกระแสที่ไหลออกจาก  $C_L$  จะมีค่า  $V_x/R_L = V_{in}/R_L$  ถ้า  $V_{in}$  เพิ่มขึ้นสองเท่า ความถี่ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเช่นกันเพื่อให้สมดุล จึงทำให้วงจรแปลงแรงดันเป็นความถี่อย่างง่ายนี้ สามารถให้ความถี่ที่เที่ยงตรงแปรผันตามค่าแรงดันขาเข้าตลอดทั่วทั้งย่านความถี่

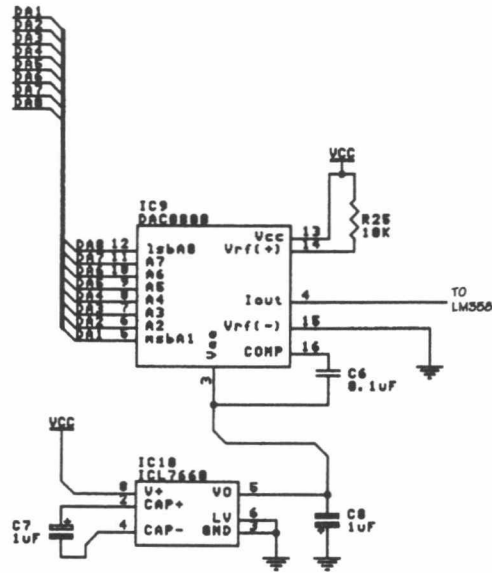
รายละเอียดเพิ่มเติม และการนำไปใช้งานจริง สามารถอ่านได้อย่างละเอียดใน data sheet ที่แนบมาให้ด้วยแล้ว

### 3.8.2 การควบคุมความถี่

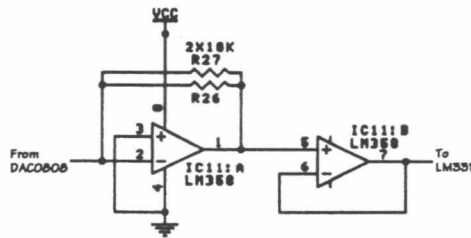
จากการออกแบบให้ระบบสามารถเปลี่ยนความเร็วของโน้ตตัวต่ำ ได้โดยเพียงการกดปุ่มเท่านั้น จึงต้องมีการควบคุมแรงดันที่ป้อนให้ VCO เพื่อให้ได้ความถี่ตามต้องการ

การควบคุมการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ป้อนให้กับ VCO เพื่อให้สามารถเลือกความถี่ที่ต้องการนั้นทำได้ง่าย เพียงการใช้วงจรแปลงข้อมูลดิจิตอล 8 บิตให้เป็นระดับแรงดัน โดยเลือกใช้ชิพ DAC0808 ทำงานนี้ โดยให้แปลงข้อมูลจาก 00h—0FFh เป็นแรงดัน 0—2.5V เพื่อป้อนให้กับ LM331 ตัว DAC0808 เป็นชิพสำเร็จรูปที่ใช้การแปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นอนาลอก ด้วยวงจร R-2R ladder โดยมีวงจรชดเชยภายในช่วยให้แรงดันที่ได้มีความเป็นเชิงเส้นมากกว่าการแปลงโดยใช้วงจร R-2R ladder ที่สร้างจากตัวต้านทานธรรมดา ที่สำคัญชิพตัวนี้ต้องการไฟเลี้ยงด้านลบ จึงสร้างไฟลบจากไฟบวก 5V ด้วยชิพสำเร็จรูป ICL7660 ที่ใช้งานง่ายโดยการต่อตัวเก็บประจุเพิ่มเข้าไปอีกเพียง 2 ตัวเท่านั้น อีกทั้งชิพตัวนี้ยังมีราคาถูก จึงเหมาะสมในงานนี้ ดังรูป 3.11

เอาท์พุทที่ออกมาจาก DAC0808 จะออกมาในรูปของกระแส ต้องทำการแปลงให้เป็นแรงดันเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อไป จึงเลือกใช้ OPAMP เบอร์ LM358 เพราะสามารถทำงานได้ด้วยไฟเลี้ยงเดี่ยวขนาด 5V และการแปลงกระแสให้เป็นแรงดันโดยการใช้ OPAMP นี้จะทำให้สัมพันธ์กับแรงดันอ้างอิงของ DAC0808 มากขึ้นมากกว่าการใช้เพียงตัวต้านทานเท่านั้น ภายในตัว LM358 มี OPAMP 2 ตัว ดังนั้นจึงหา OPAMP ที่เหลือมาต่อเป็น buffer เพื่อให้สามารถจ่ายแรงดันได้แม่นยำมากขึ้น ดังรูป 3.12



รูป 3.11 วงจรแปลงข้อมูลดิจิทัลเป็นสัญญาณอนาลอก



รูป 3.12 วงจรแปลงกระแสเป็นแรงดัน และ buffer

จากนั้นก็ป้อนแรงดันให้กับวงจรผลิตความถี่ที่ควบคุมได้ด้วยแรงดัน ซึ่งใช้ LM331 ทำ  
งานนี้ ได้ความถี่ออกมา

สรุปการควบคุมความถี่ฐานสำหรับความเร็วของโน้ตตัวค่าเป็นดังนี้

	สัญญาณเข้า	สัญญาณออก
80C31		ข้อมูล 00h—0FFh
DAC0808	ข้อมูล 00h—0FFh	กระแสที่สัมพันธ์กับข้อมูลขาเข้า
LM358	กระแสจาก DAC0808	แรงดัน 0—2.5V
LM331	แรงดัน 0—2.5V	ความถี่ 0—3060 Hz

### 3.8.3 การนำความถี่ไปใช้

เมื่อเราสามารถควบคุมความถี่ให้เปลี่ยนจาก 0–3060 Hz ได้แล้ว ก็จะนำความถี่ดังกล่าวไปเป็นฐานเวลาของไมโครตัวดำ โดยการป้อนเข้าที่ขา T0 ของ 80C31 แล้วให้วงจรมีที่ 0 ภายในตัว 80C31 ทำงานในโหมด 1

จากความถี่ของไมโครตัวดำที่มีหน่วยเป็นต่อนาที่ และความถี่ฐานที่มีหน่วยเป็นต่อวินาที เรา นำความถี่ฐานนี้มาหารด้วย 60 ก่อน เพื่อแปลงให้เป็นหน่วยต่อนาที่ จากนั้นความถี่ที่ได้สามารถนำมาสร้างให้เป็นรูปแบบของจังหวะแบบต่างๆ ได้ โดยนำมาหารต่อไปดังนี้

รูปแบบของจังหวะ	ตัวหาร
ไมโครตัวดำ	12
ไมโครตัวเข็มนาฬิกาหนึ่งชั้น	6
ไมโครตัวเข็มนาฬิกา	4
ไมโครตัวเข็มนาฬิกาสองชั้น	3

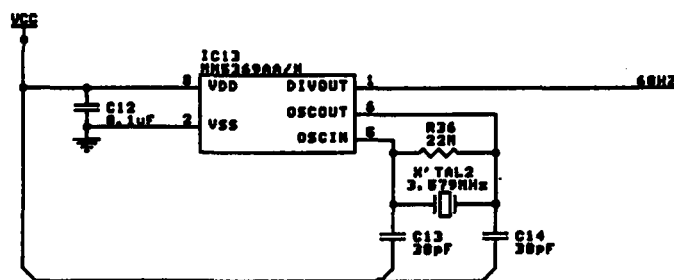
หลังจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนรูปแบบของจังหวะเพียงแต่ใช้ปุ่มกดอีกด้วย

### 3.9 การทำงานนับเวลา

ด้วยแนวความคิดเดียวกับการสร้างความถี่ฐานเวลาสำหรับสร้างความเร็วของไมโครตัวดำ จึงเลือกใช้ชิพสำเร็จรูป เบอร์ MM5369AA/N ที่ออกแบบมาให้ใช้ในงานสร้างความถี่ฐาน 60 Hz สำหรับนาฬิกาดิจิตอล เป็นชิพที่ใช้งานง่าย โดยเพียงป้อนความถี่ 3.579 MHz ให้ก็สามารถนำความถี่ 60 Hz จากขา DIVOUT ไปใช้ได้เลย ดังรูป 3.13

#### 3.9.1 การนำความถี่ไปใช้

จาก MM5369AA/N เราได้ความถี่ฐาน 60 Hz นำมาป้อนให้ 80C31 ที่ขา T1 แล้วให้วงจรมีที่ 1 ภายใน 80C31 ทำงานที่โหมด 2 โดยโปรแกรมให้หาร 60 ตลอด เพื่อให้ได้ความถี่ 1 Hz ใช้ในการนับเวลาต่อไป



รูป 3.13 วงจรกำเนิดความถี่ฐานเวลา 60 Hz

### 3.10 ส่วนจ่ายพลังงานควบคุมได้

การจ่ายพลังงานให้ระบบทำงานได้นั้นเลือกใช้วิธี แปลงไฟกระแสสลับขนาด 220V ทั่วไปมาเป็นไฟกระแสตรงขนาด +5V เพื่อเลี้ยงระบบทั้งหมด โดยระบบทั้งหมดปกติแล้วจะกินกระแสประมาณ 200mA จึงสามารถเลือกใช้หม้อแปลงขนาดเล็กได้ และไม่กินเนื้อที่มากมายนัก

การแปลงไฟให้ได้ +5V นั้นเลือกใช้การเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (Full Wave Rectifier) แล้วนำมาเรียงแรงดันด้วยชิพ 7805 ได้ ไฟตรงคงที่ขนาด +5V เพื่อใช้เลี้ยงระบบทั้งหมด แต่ระบบสามารถสั่งให้วงจรจ่ายพลังงานหยุดจ่ายพลังงานได้ โดยการเช็ทบิท PD ซึ่งต่ออยู่กับ 80C31 ที่ขา P3.0 ให้เป็น “1” เท่านั้น

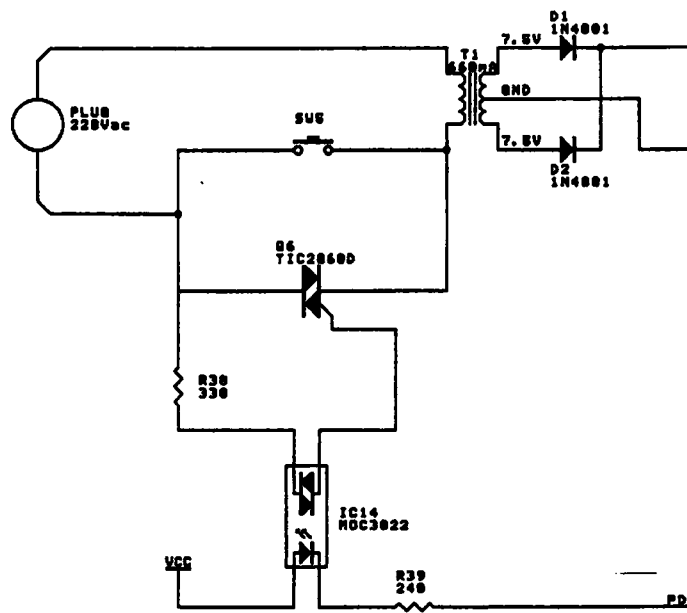
#### 3.10.1 การควบคุม

ส่วนควบคุมทำการควบคุมการจ่ายพลังงานโดยควบคุมที่ไฟสลับ 220V ก่อนเข้าหม้อแปลง โดยใช้ไทรแอกเป็นเหมือนสวิตช์ที่จะให้ไฟ 220V ผ่านไปที่หม้อแปลงหรือไม่ ปกติแล้วไทรแอกถ้ามีการทริกที่ขาเกตแล้วจะยอมให้กระแสผ่านตัวมันเองทั้งสองทาง นั่นคือ ยอมให้กระแสสลับไหลผ่านตัวมันได้นั่นเอง

การควบคุมการทริกของไทรแอก เลือกใช้ออปโตไอโซเลเตอร์ เบอร์ MOC3022 ทำงานนี้โดยโครงสร้างภายในของ MOC3022 เป็นการเชื่อมโยงทางแสงด้วยไดโอดเปล่งแสง และออปโตไดแอก โดยใช้ออปโตไดแอกดังกล่าวนี้เป็นตัวทริกให้ไทรแอกนำกระแสโดยตรงไปที่ออปโตไดแอก ยังนำกระแสอยู่ ไทรแอกก็จะยังนำกระแสอยู่ ออปโตไดแอกจะนำกระแสก็ต่อเมื่อ ไดโอดเปล่งแสงภายในนั้นเปล่งแสงอยู่ ดังนั้นการจะควบคุมให้ระบบทั้งหมดมีกำลังทำงานต่อไปหรือไม่นั้นทำได้ง่ายเพียงควบคุมที่บิท PD เท่านั้น

เริ่มต้น เมื่อต้องการเปิดเครื่อง เพียงแค่กดสวิตช์กดติดปล่อยดับที่ต่อขานานอยู่กับไทรแอก เมื่อเริ่มต้นจ่ายกำลังให้ระบบทั้งหมดชั่วคราว ระบบจะทำการรีเซ็ตตัวเองก่อน เมื่อ 80C31 ถูกรีเซ็ตนั้น บิททุกบิทของพอร์ททุกพอร์ทจะมีสถานะเป็น “1” จากนั้นเมื่อ 80C31 เริ่มทำคำสั่งแรก ถ้าเพียงสั่งให้เคลียร์บิท P3.0 ก็จะทำให้ไดโอดเปล่งแสงภายใน MOC3022 เปล่งแสง ต่อไปจะทำให้ ออปโตไดแอกนำกระแสตามไปด้วย นั่นคือเป็นการทริกให้ไทรแอกนำกระแสไปด้วยตลอดไปตรงไปที่บิท P3.0 ยังคงเป็น “0” อยู่ กระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาเสี้ยวของวินาที และสามารถปล่อยมือจากสวิตช์ได้โดยระบบก็ทำงานต่อไปเพราะมีกำลังจ่ายอยู่ตลอดเวลา

จากนั้นเราสามารถสั่งปิดเครื่องได้ด้วยโปรแกรม คือ เมื่อเราทำงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ต้องการปิดเครื่องก็ทำได้ง่ายเพียงเช็ทบิท PD ให้เป็น “1” ไดโอดเปล่งแสงภายใน MOC3022 ก็จะไม่เปล่งแสง ทำให้ออปโตส่วนจ่ายพลังงานก็ไม่มีไฟ +5V จ่ายให้ระบบทั้งหมด เท่ากับหยุดการทำงาน



รูป 3.14 วงจรควบคุมแหล่งจ่ายไฟให้ระบบทั้งหมด

บทที่ 4  
การใช้งานเครื่องและซอฟต์แวร์

4.1 การใช้งานเครื่อง

1. กดสวิทช์ ON เปิดเครื่องโดยอาศัย software
2. บนจอ LCD และ 7-seg จะแสดงค่าที่เคยตั้งไว้มีดังนี้

M:Quarter	TS:4/4
TC:00:00:00	MC:0000

M แสดงค่า Meter คือรูปแบบของการเคาะ ที่ต้องการใช้จะมี 4 รูปแบบ คือ Quarter (โน้ตตัวดำ), Eighth (โน้ตตัวเข็ปัดหนึ่งชั้น), Triplets (โน้ตสามพยางค์) และ Sixteenth (โน้ตตัวเข็ปัดสองชั้น)

TS แสดงค่า Time Signature คืออัตราส่วนของตัวโน้ตเพื่อต้องการกำหนดจำนวนจังหวะในแต่ละห้อง มี 5 รูปแบบ คือ 2/2, 2/4, 3/4, 4/4 และ 6/8

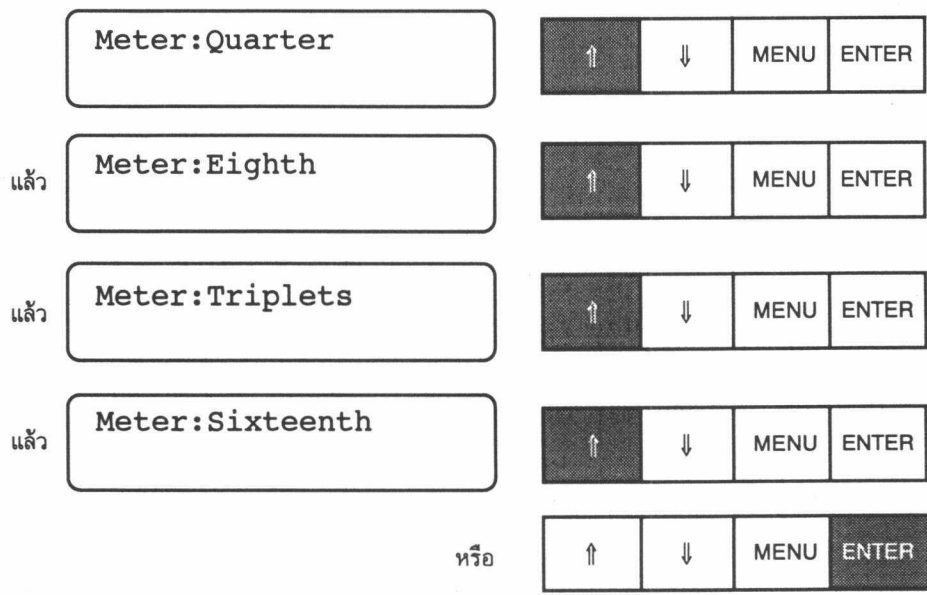
TC แสดงค่า Time Count เพื่อตั้งเวลาหยุดการทำงานสามารถตั้งจำนวนชั่วโมง นาทีและวินาทีได้ โดยที่จำนวนชั่วโมงสามารถตั้งได้ถึง 99 ชั่วโมง ส่วนนาทีและวินาทีตั้งได้ถึง 59 ค่า

MC แสดงค่า Measure Count เพื่อตั้งจำนวนห้องเพื่อหยุดการทำงานเมื่อเคาะครบจำนวนห้อง สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 0-9999 ห้อง

ส่วนตัวเลขบน 7-seg แสดงค่า Tempo คือความเร็วในการเคาะซึ่งตั้งได้ตั้งแต่ 0-255 ค่า

ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเลือกการทำงานได้ 2 ทางคือ

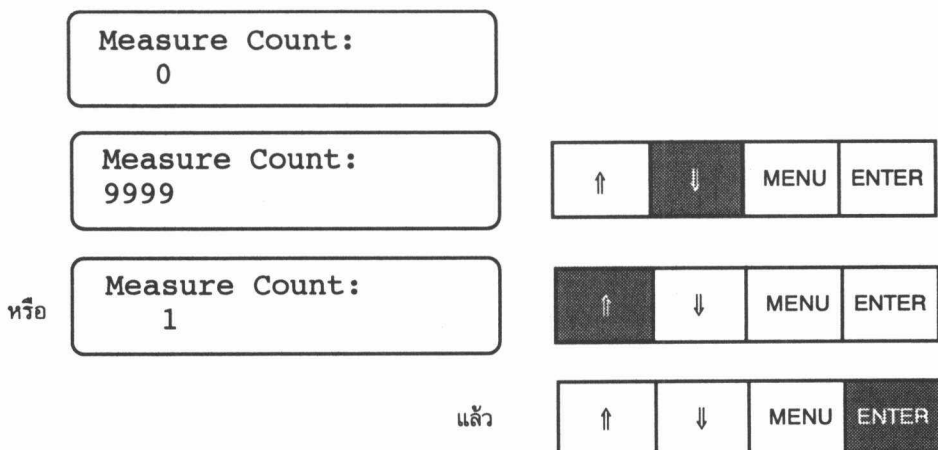
1. กด MENU เพื่อตั้งค่าทั้งหมดใหม่
2. กด ENTER เพื่อสลับค่าตามค่าเดิมที่เคยตั้งไว้แล้ว
3. หากผู้ใช้เลือกกด MENU แล้วหน้าจอจะแสดง Meter ให้ผู้ใช้เลือกตั้งค่าใหม่โดยกดปุ่มขึ้นหรือลง จนได้ค่าที่ต้องการ แล้วกด ENTER เพื่อไปตั้งค่าอื่นต่อไป หรือถ้าไม่ตั้งค่าใหม่ก็สามารถกด ENTER ได้เลย



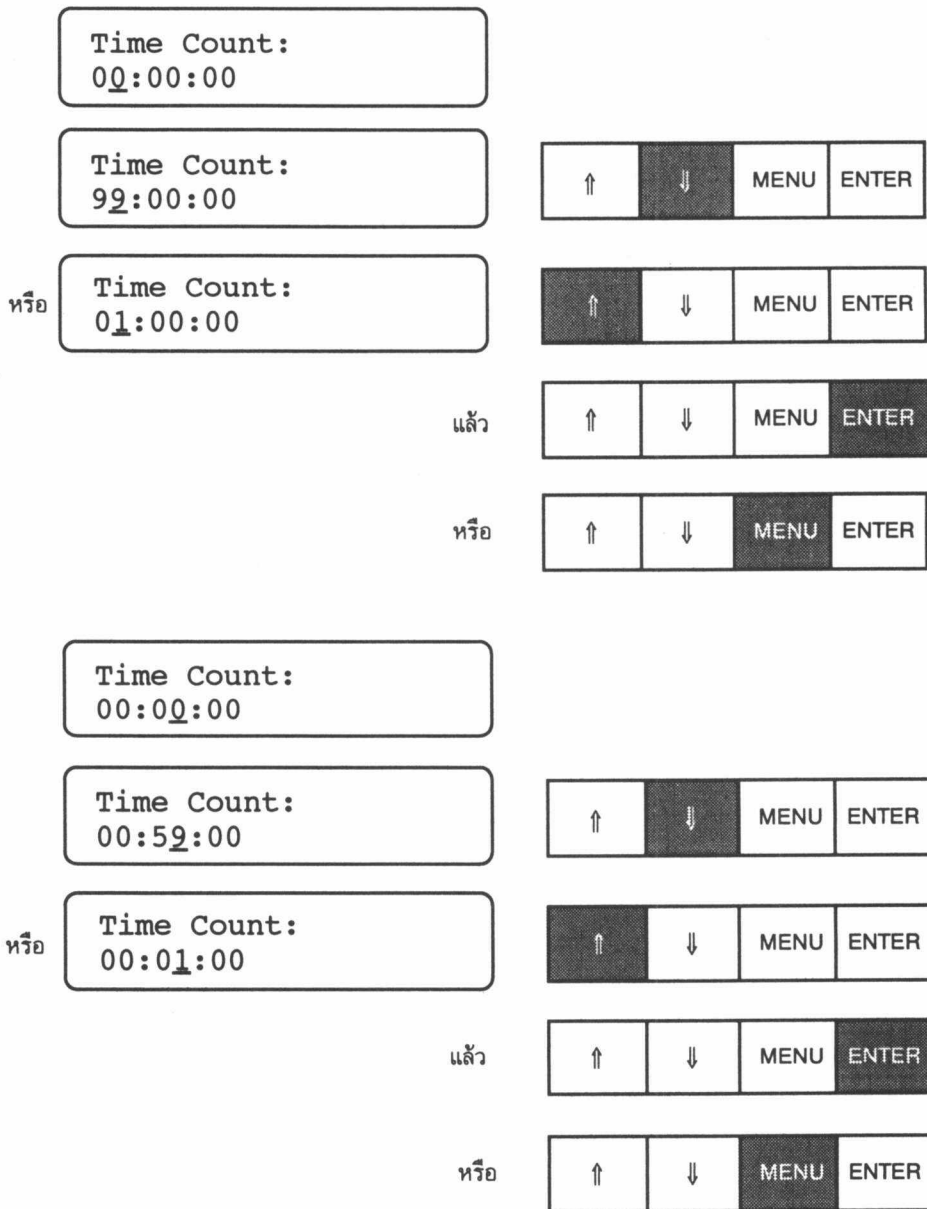
4. หน้าจอจะแสดง Time Signature และผู้ใช้ก็เลือกตั้งค่าได้ในลักษณะเดียวกับข้อ 3

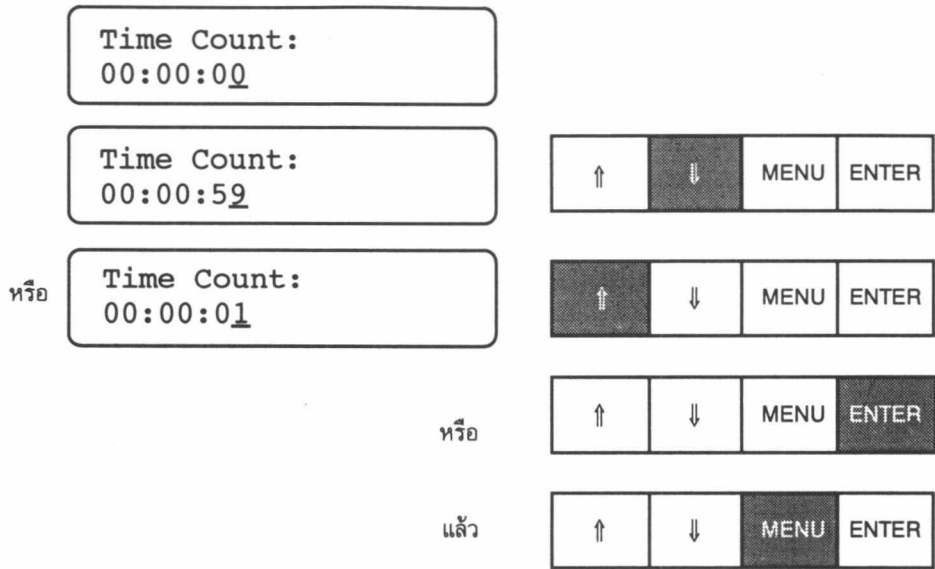


5. หน้าจอจะแสดง Measure Count และผู้ใช้ก็เลือกตั้งค่าได้ในลักษณะเดียวกับข้อ 3  
เช่นกัน

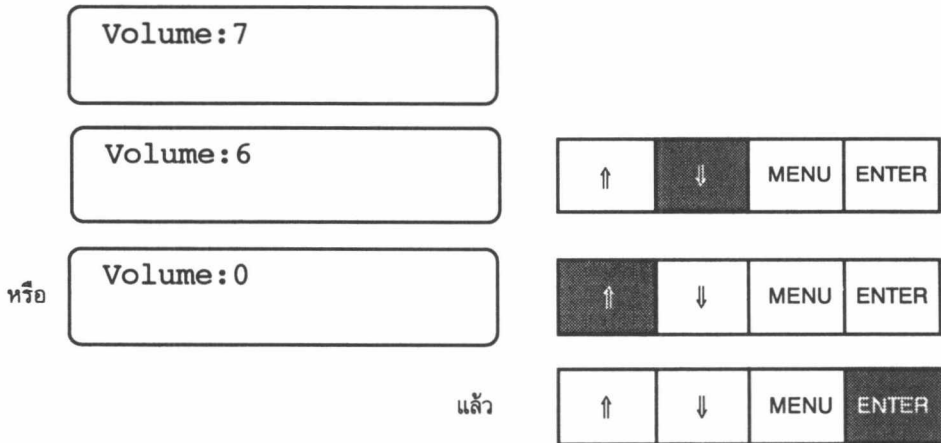


6. หน้าจอจะแสดง Time Count ผู้ใช้สามารถกดปุ่มขึ้นหรือลง เพื่อดังจำนวนชั่วโมง และกด ENTER เพื่อต้องการเปลี่ยนไปตั้งค่านาที เลือกกดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อค่าใหม่ และกด ENTER เพื่อต้องการเปลี่ยนไปตั้งค่าวินาที แล้วเลือกกดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อตั้งค่าใหม่อีกเช่นกัน จากนั้นหากผู้ใช้อยู่ต้องการเปลี่ยนตั้งค่า ชั่วโมง นาที และวินาทีใหม่ก็เลือกกด ENTER ได้เพราะปุ่ม ENTER ใช้สำหรับเปลี่ยนการตั้งค่าทั้งสาม ในลักษณะวนเฉพาะกรณีตั้งค่า Time Count นี้เท่านั้น และหากผู้ใช้ต้องการออกไปตั้งค่าอื่นต่อไปก็กด MENU ระหว่างเลือกค่าเหล่านี้ได้ทันที

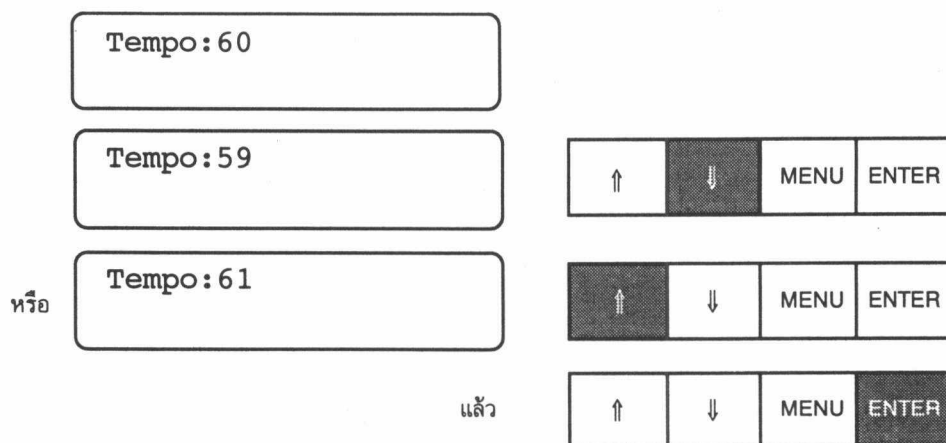




7. หน้าจอจะแสดง Volume และผู้ใช้ก็เลือกตั้งค่าได้ในลักษณะเดียวกับข้อ 3 โดยที่ความดังของเสียงจะเปล่งออกทางลำโพงตามค่าที่เปลี่ยนไป



8. หน้าจอจะแสดง Tempo และผู้ใช้ก็เลือกตั้งค่าได้ในลักษณะเดียวกับข้อ 3 โดยที่ค่าตัวเลขนั้นจะออกไปแสดงที่ 7-seg ด้วย



หลังจากนี้หากผู้ใช้ต้องการกลับไปตั้งค่าต่างๆ ใน MENU ใหม่ ก็กด MENU แต่ถ้าต้องการสั่งเคาะก็กด ENTER ได้เลย หรือผู้ใช้ต้องการปิดเครื่องหลังตั้งค่าทั้งหมดนี้แล้วก็สามารถกดปุ่มลง ได้ทันที โดยที่ค่าที่เพิ่งตั้งเหล่านั้นก็จะถูกเก็บไว้แสดงเมื่อมีการเปิดเครื่องครั้งต่อไป หรือไม่ผู้ใช้ก็สามารถปิดเครื่องหลังเคาะเสร็จแล้วก็ได้เช่นกัน

หลังจากที่การเคาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้จะตั้งค่าใหม่หรือจะสั่งให้เคาะใหม่อีกครั้งก็เลือกกด MENU หรือ ENTER ได้เหมือนเดิม

## 4.2 ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมการทำงานทั้งหมดของเครื่อง ของเครื่องเคาะ  
จังหวะสำหรับนักดนตรีนี้ พัฒนาขึ้นด้วยภาษาแอสเซมบลีของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS@-51  
เอง โดยสามารถควบคุมส่วนต่างๆ ของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมควบคุมการทำงาน แบ่งเป็น 6 ส่วน คือ

- 4.2.1 โปรแกรมเปิดเครื่อง
- 4.2.2 โปรแกรมตั้งค่าเมนู
- 4.2.3 โปรแกรมแสดงผลทั้ง LCD และ 7-SEG
- 4.2.4 โปรแกรมเคาะ
- 4.2.5 โปรแกรมสั่งหยุดขณะที่กำลังเคาะอยู่
- 4.2.6 โปรแกรมปิดเครื่อง

### 4.2.1 โปรแกรมเปิดเครื่อง

หน้าที่การทำงาน

เพื่อเปิดเข้าสู่ระบบการทำงาน โดยการจ่ายกำลังจากหน่วยจ่ายพลังงาน

หลักการทำงาน

ใช้คำสั่ง clr p3.0 เพื่อไปทำให้ MOC3022 ทำงานและมีพลังงานจ่ายแก่ระบบ

### 4.2.2 โปรแกรมตั้งค่าเมนู

เป็นโปรแกรมหลักเพื่อกำหนดค่าต่างๆ สำหรับการเคาะ ซึ่งแบ่งเป็นโปรแกรมย่อยๆ ได้  
ดังนี้

- 4.2.2.1 โปรแกรมตั้งค่า Meter
- 4.2.2.2 โปรแกรมตั้งค่า Time Signature
- 4.2.2.3 โปรแกรมตั้งค่า Measure Count
- 4.2.2.4 โปรแกรมตั้งค่า Time Count
- 4.2.2.5 โปรแกรมตั้งค่า Volume
- 4.2.2.6 โปรแกรมตั้งค่า Tempo
- 4.2.2.1 โปรแกรมตั้งค่า Meter

หน้าที่

เพื่อกำหนดรูปแบบของตัวโน้ตที่ใช้เคาะและเก็บไว้ยังหน่วยความจำ

หลักการทำงาน

รูปแบบของตัวโน้ตจะมีทั้งหมด 4 แบบ โดยอาศัยการเลือกและเก็บไว้ที่  
ตำแหน่ง Address ที่ต้นโปรแกรม 48h โดยกำหนดให้ Meter มีค่าเป็น 80h

แทน Quarter โน้ต และหากมีการเปลี่ยนค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็อาศัยการเลื่อนบิตของค่า 80h ไปทางขวาหรือซ้ายตามลำดับ และเช็คค่าที่ได้เพื่อส่งรูปแบบออกไป

#### 4.2.2.2 โปรแกรมตั้งค่า Time Signature

หน้าที่

เพื่อตั้งอัตราส่วนของตัวโน้ตที่เคาะ ซึ่งจะสัมพันธ์กับจำนวนจังหวะในทีเคาะหนึ่งห้อง

หลักการทำงาน

มีทั้งหมด 5 ค่าด้วยกันคือ 2/2, 2/4, 3/4, 4/4 และ 6/8 อาศัยการเก็บค่าคล้ายข้อ 2.1 และเก็บที่ Time Sign ตำแหน่ง 49h และกำหนดให้ Time Sign มีค่าเริ่มต้นด้วย 02h และเมื่อมีการเปลี่ยนค่าขึ้นหรือลง ก็ให้มีการเลื่อนบิตไปทางซ้ายหรือขวาตามลำดับ

#### 4.2.2.3 โปรแกรมตั้งค่า Measure Count

หน้าที่

สำหรับกำหนดจำนวนห้องที่ต้องการให้เคาะ

หลักการทำงาน

อาศัยการเก็บค่าที่เป็นเลขฐานสิบ โดยใช้ 2 Address คือ Measure ตำแหน่ง 54h และ (Measure+1) ตำแหน่ง 55h เมื่อ Measure เก็บเลขหลักสิบได้ถึง 99 และ (Measure+1) เก็บเลขหลักพันก็มีค่าได้ถึง 99 เช่นกัน

#### 4.2.2.4 โปรแกรมตั้งค่า Time Count

หน้าที่

สำหรับกำหนดเวลาที่เคาะ

หลักการทำงาน

เวลาที่เก็บจะแบ่งเป็น วินาที นาที และชั่วโมง ซึ่งจะถูกเก็บเป็นเลขฐานสิบ มี 3 Address คือ timer, (timer+1) และ (timer+2) ที่เก็บค่าทั้ง 3 ตามลำดับ ตั้งแต่ Address 57h—59h

#### 4.2.2.5 โปรแกรมตั้งค่า Volume

หน้าที่

กำหนดและเปล่งเสียงที่เคาะตามความดังที่ต้องการ

หลักการทำงาน

ค่าความดังจะมีทั้งหมด 7 ค่า คือ 0—7 โดยที่แต่ละค่าจะแทนด้วยเลขฐานสิบหก 8 บิต คือ 20h—0ffh เก็บไว้ที่ Volume ตำแหน่ง 4ah

#### 4.2.2.6 โปรแกรมตั้งค่า tempo

หน้าที่

กำหนดความเร็วที่ใช้ในการเคาะ

หลักการทำงาน

ค่าความเร็วที่ใช้มีตั้งแต่ 0-255 ค่า โดยที่จะอาศัยการเก็บเป็นเลขฐานสิบไว้ 2 Address คือ temdec และ (temdec+1) ตำแหน่ง 41h และ 42h ที่ temdec จะเก็บเลขหลักสิบได้ถึง 99 ส่วน (temdec+1) เก็บหลักร้อยได้ถึง 2

#### 4.2.3 โปรแกรมแสดงผลทาง LCD และ 7-SEG

หน้าที่

เพื่อติดต่อใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ และแสดงผลให้รับทราบ และสามารถแบ่งหลักการทั้ง 2 อย่างได้ดังนี้

##### 4.2.3.1 โปรแกรมแสดงผลที่ LCD

เราทำการ decode Address ช่วง 4000h—4003h สำหรับการใช้งาน LCD ซึ่งโปรแกรมกำหนดให้คำสั่ง write instruction อยู่ที่ Address 4000h เพราะสัญญาณ RS และ R/W เป็น 0 และคำสั่ง write data อยู่ที่ Address 4001h เพราะสัญญาณ RS เป็น 0 และ R/W เป็น 1

การใช้คำสั่งกำหนดค่าใน DDRAM ADDRESS ก็กำหนดให้ data pointer แทนด้วยค่าตำแหน่งของ write instruction และส่งค่าตัวเลขของคำสั่งนั้น ๆ ออกไป หากทำการส่งข้อมูลก็ต้องกำหนดให้ data pointer แทนด้วย ค่าตำแหน่งของ write data และส่งรหัสแอสกีที่ตรงกับตัวเลขหรือตัวอักษรนั้น ๆ ออกไป

##### 4.2.3.2 โปรแกรมแสดงผลที่ 7-SEG

ใช้ 3 บิต บนของ Port C คือ บิต 5, 6 และ 7 สำหรับสวิทช์ ที่หลักหน่วย สิบ และร้อยของ 7-SEG ตามลำดับ เมื่อมีสัญญาณ high ไปที่ Transister นั้น ๆ ส่วน port B ใช้ส่ง data 8 บิต แต่ตลอดการใช้งาน 7-SEG จะถูก scan ตลอดเวลา ดังนั้น โปรแกรมแสดงผลที่ 7-SEG จะถูกเรียกตลอดเวลา

#### 4.2.4 โปรแกรมเคาะ

หน้าที่

เปล่งเสียงออกทางลำโพงตามค่าที่ต้องการที่ตั้งไว้ในเมนู และหยุดเคาะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับเวลาที่ตั้งไว้ให้เคาะ หรือหยุดเคาะเมื่อจำนวนห้องที่เคาะไปแล้วเท่ากับจำนวนห้องที่ตั้งไว้ให้เคาะ

หลักการ

อาศัยการอินเทอร์รัพท์จาก Timer0 และ Timer1 โดยที่ Timer0 จะเป็นตัวกำหนดความเร็วของไนด์ตัวสำหรับควบคุมจำนวนของเสียงที่เคาะ ส่วน Timer1 จะส่งเป็นความถี่ 60 เฮิรตซ์ที่เป็นฐานเวลา 1 วินาทีสำหรับเวลาที่เพิ่มขึ้นในขณะเคาะ

#### 4.2.5 โปรแกรมสั่งหยุดขณะที่กำลังเคาะอยู่

หน้าที่

เพื่อขัดจังหวะการเคาะเมื่อต้องการปิดเครื่องหรือตั้งค่าในเมนูใหม่ โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้การเคาะสิ้นสุดตามเวลา หรือจำนวนห้องที่ตั้งไว้

หลักการทำงาน

ขณะที่โปรแกรมเคาะยังทำงานอยู่ ต้องมีการเช็คว่ามีกรกดปุ่มขึ้นหรือไม่ ถ้ามีให้หยุดการเคาะทันที

#### 4.2.6 โปรแกรมปิดเครื่อง

หน้าที่

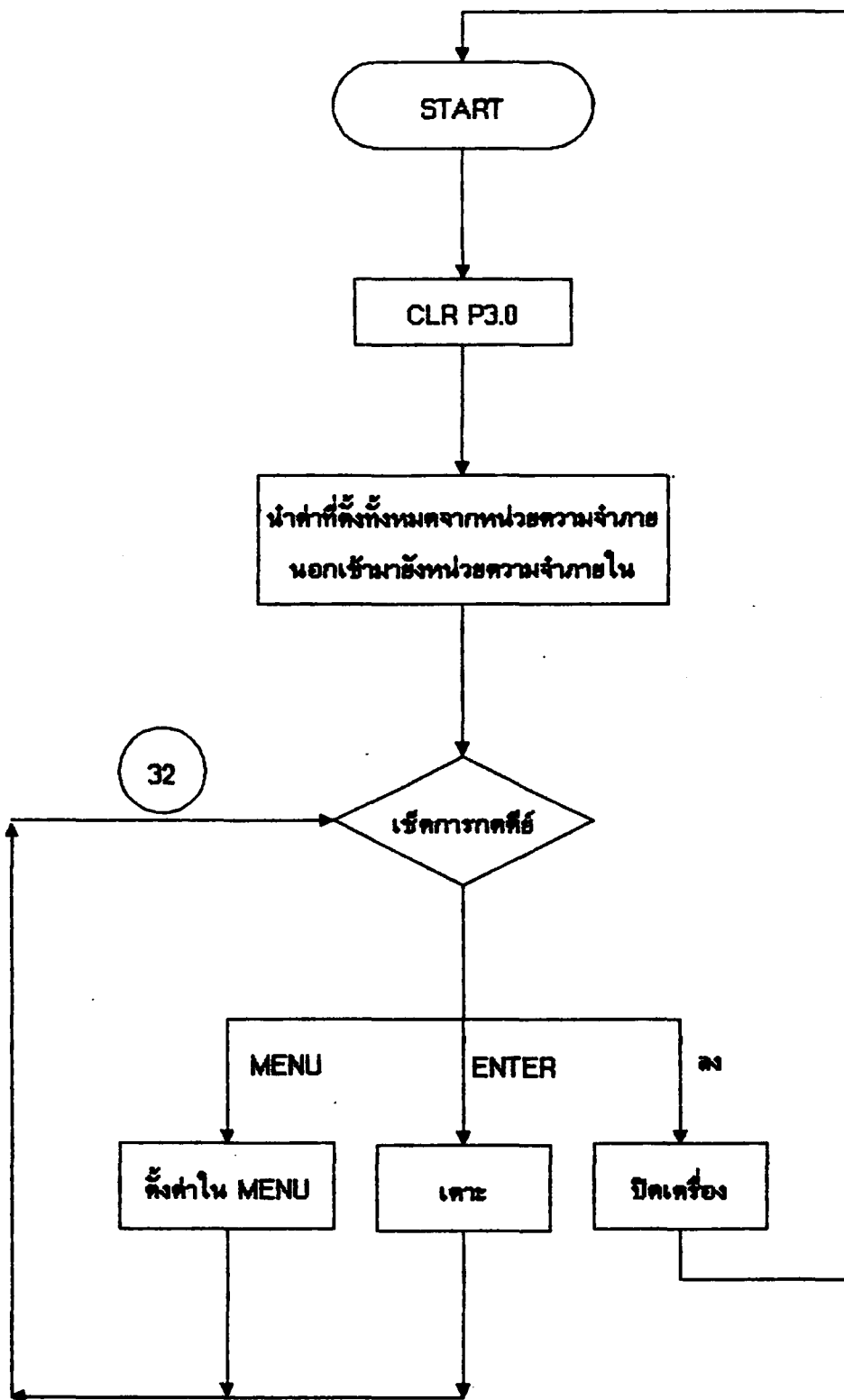
เพื่อปิดเครื่องหลังจากที่มีการสั่งหยุดขณะที่กำลังเคาะอยู่

หลักการทำงาน

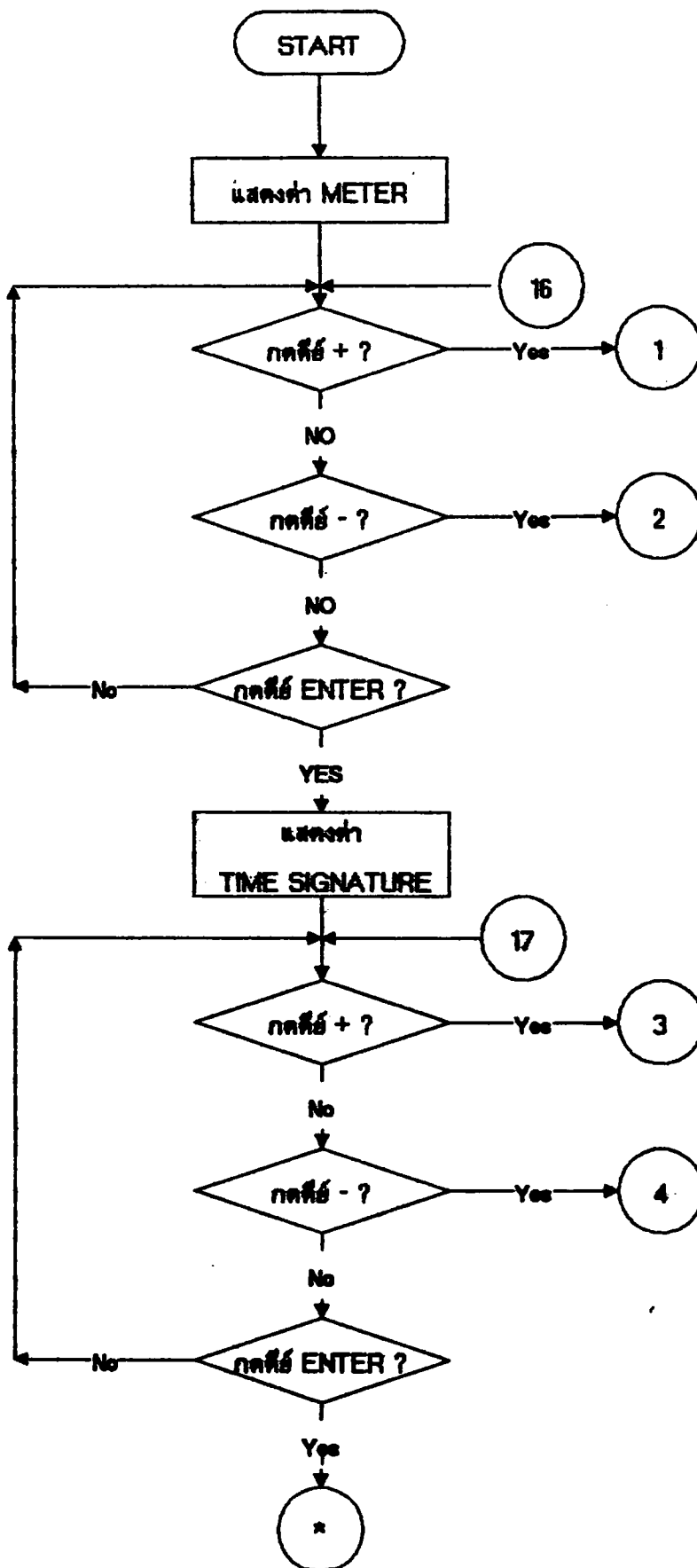
หลังจากที่หยุดเคาะในขณะทำงานแล้ว โปรแกรมต้องทำการเช็คปุ่มว่า มีการกดปุ่มลง MENU หรือ ENTER ถ้ามีการกดปุ่มลงก็ทำการเซตบิต P3.0 เป็น 1 ทำให้ไปปิดหน่วยจ่ายพลังงาน จึงไม่มีการจ่ายกำลังเข้าวงจร

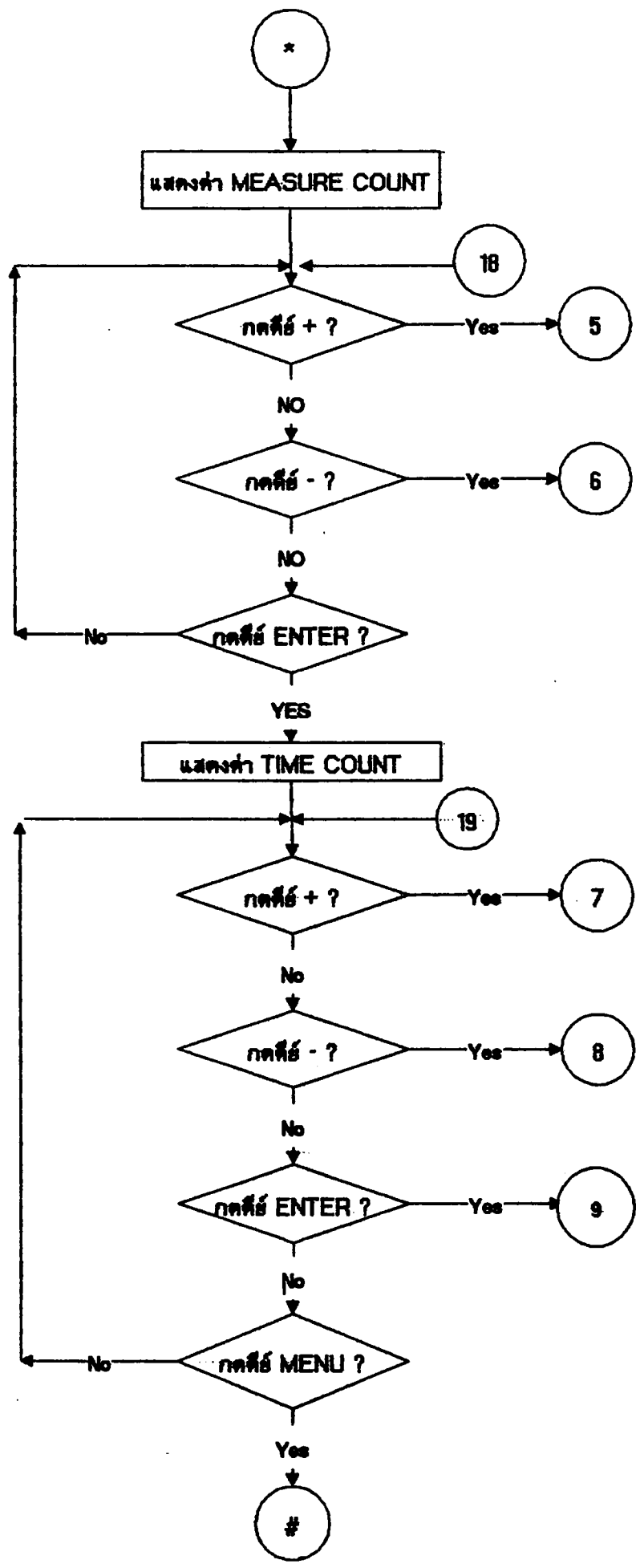
และต่อไปนี่คือแผนผังการทำงานของตัวโปรแกรม

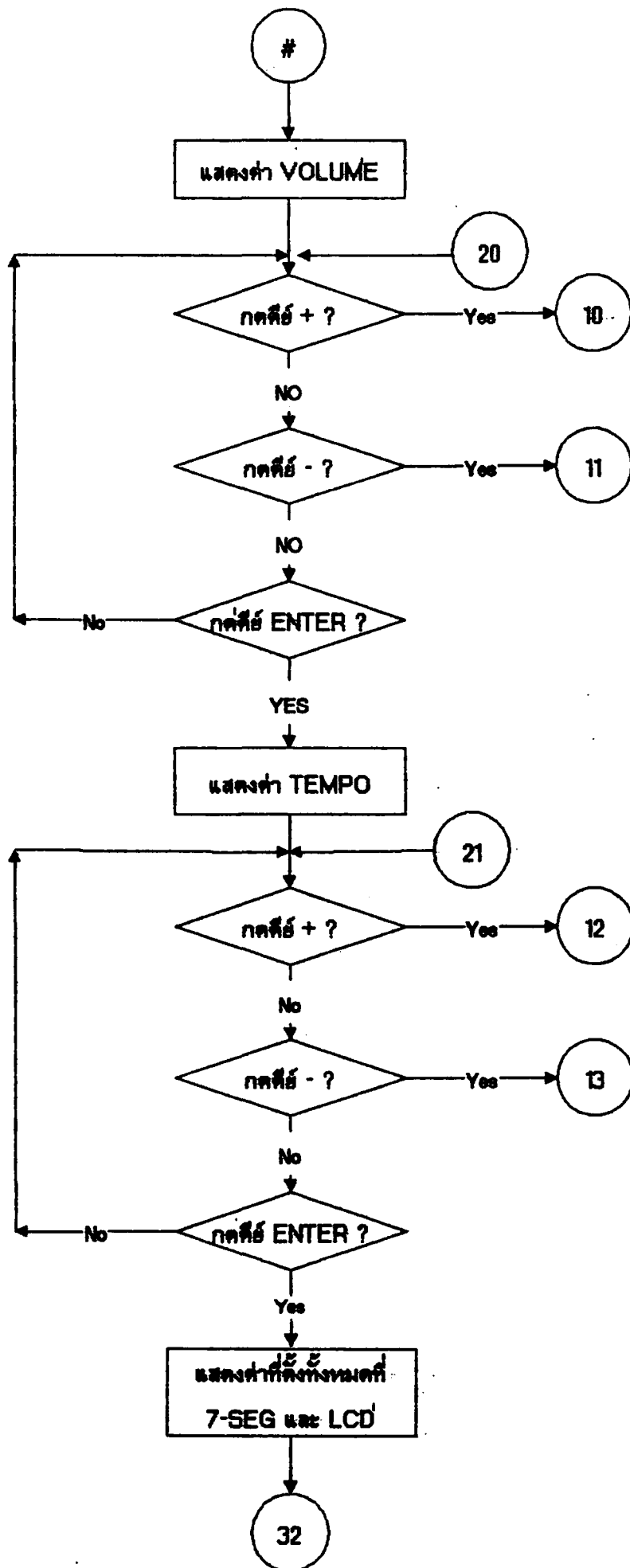
# FLOWCHART แสดงขั้นตอนการใช้งานเครื่องเจาะจังหวะ

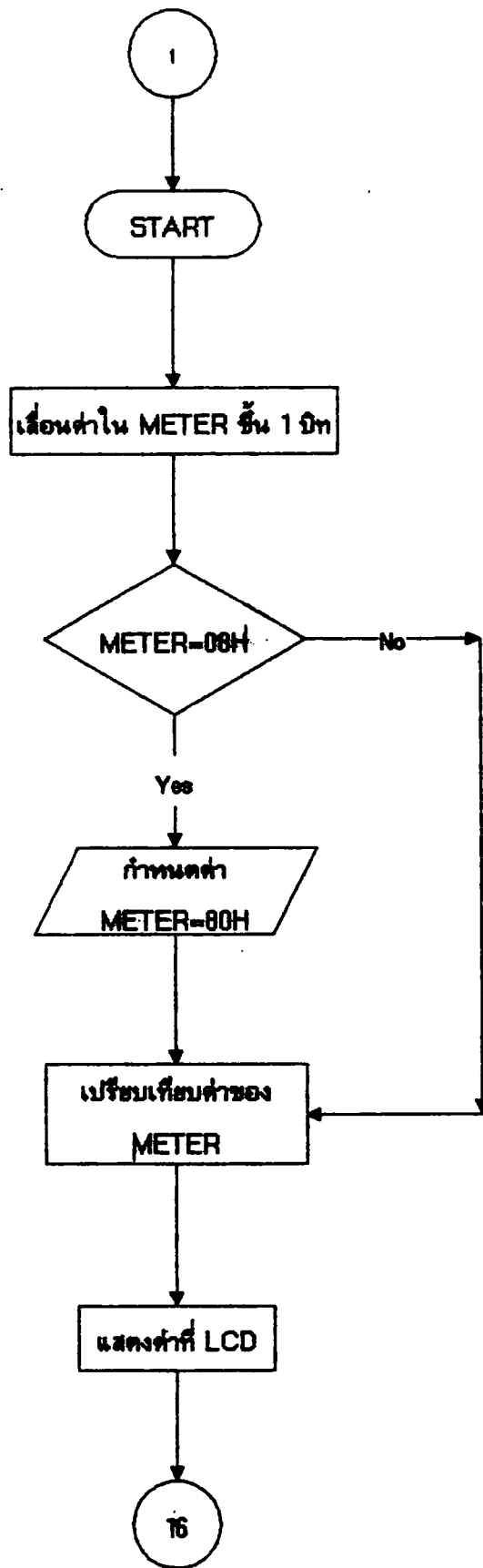


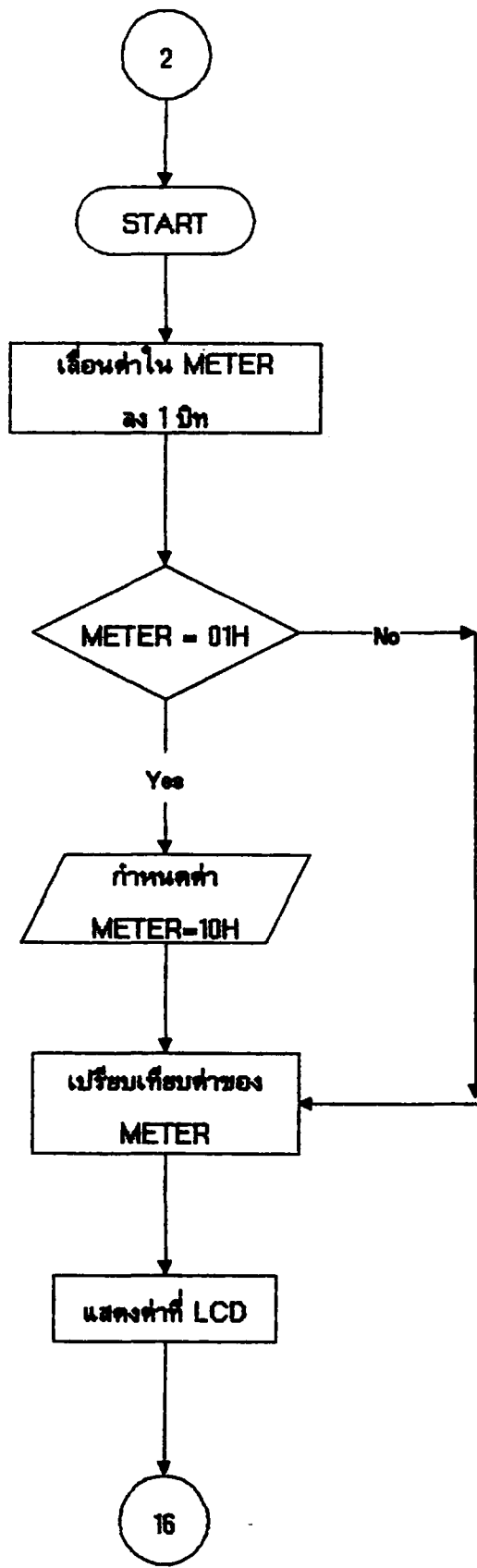
# FLOWCHART ของโปรแกรม

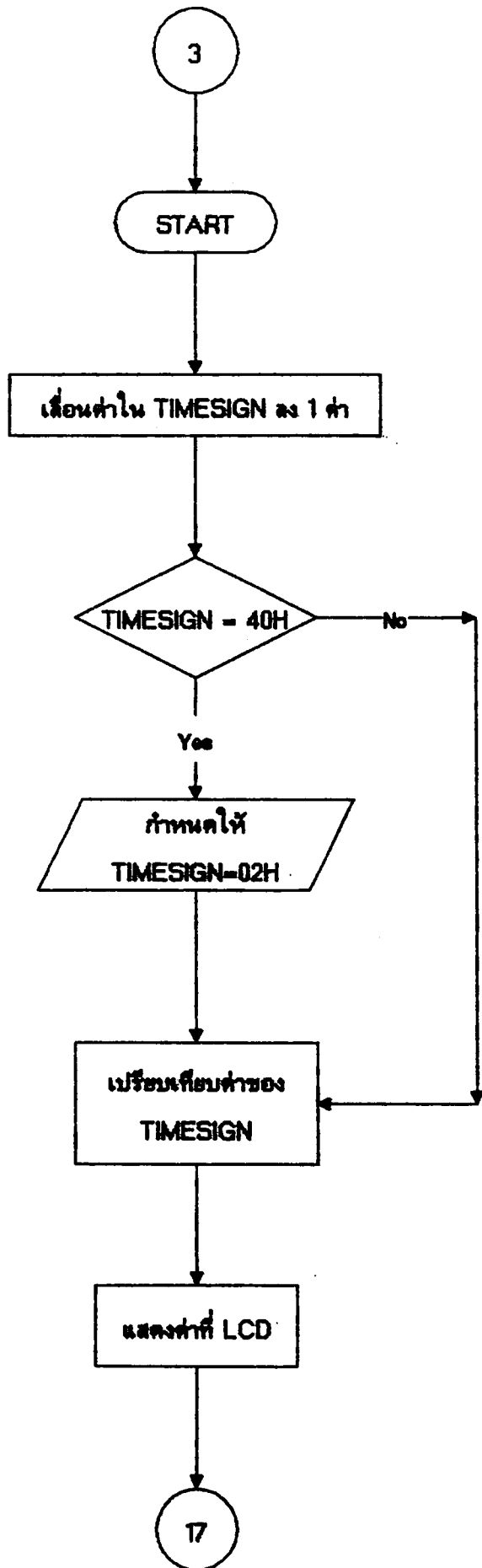


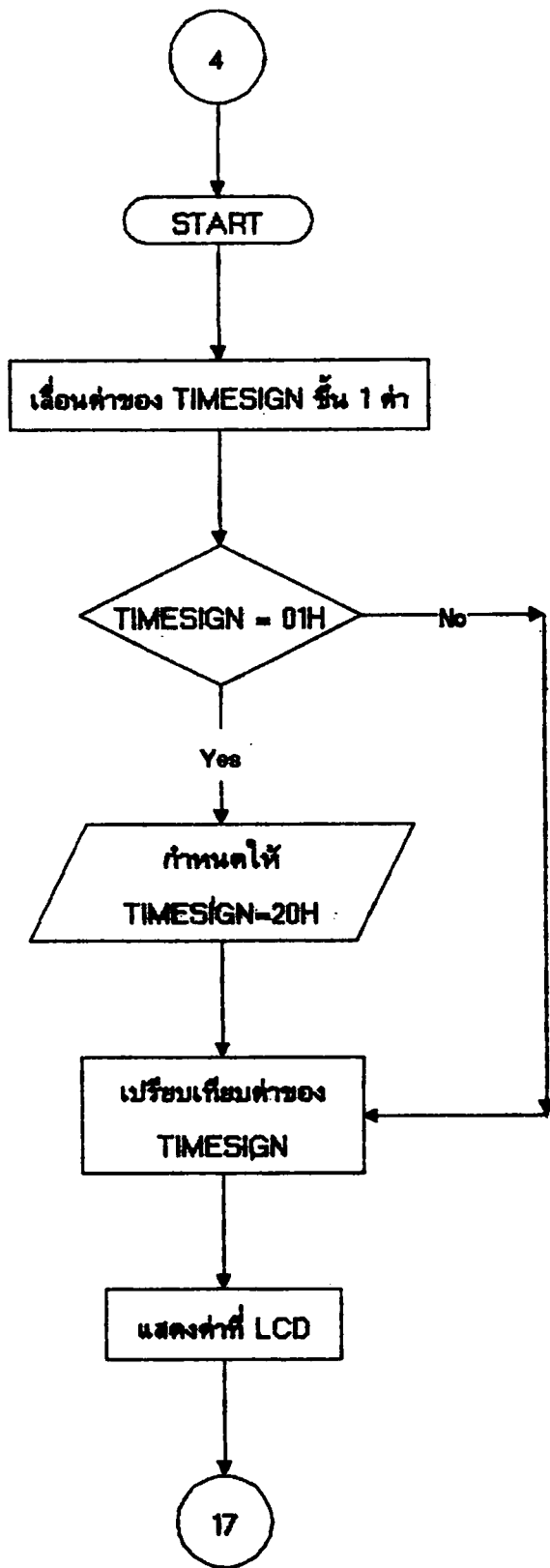


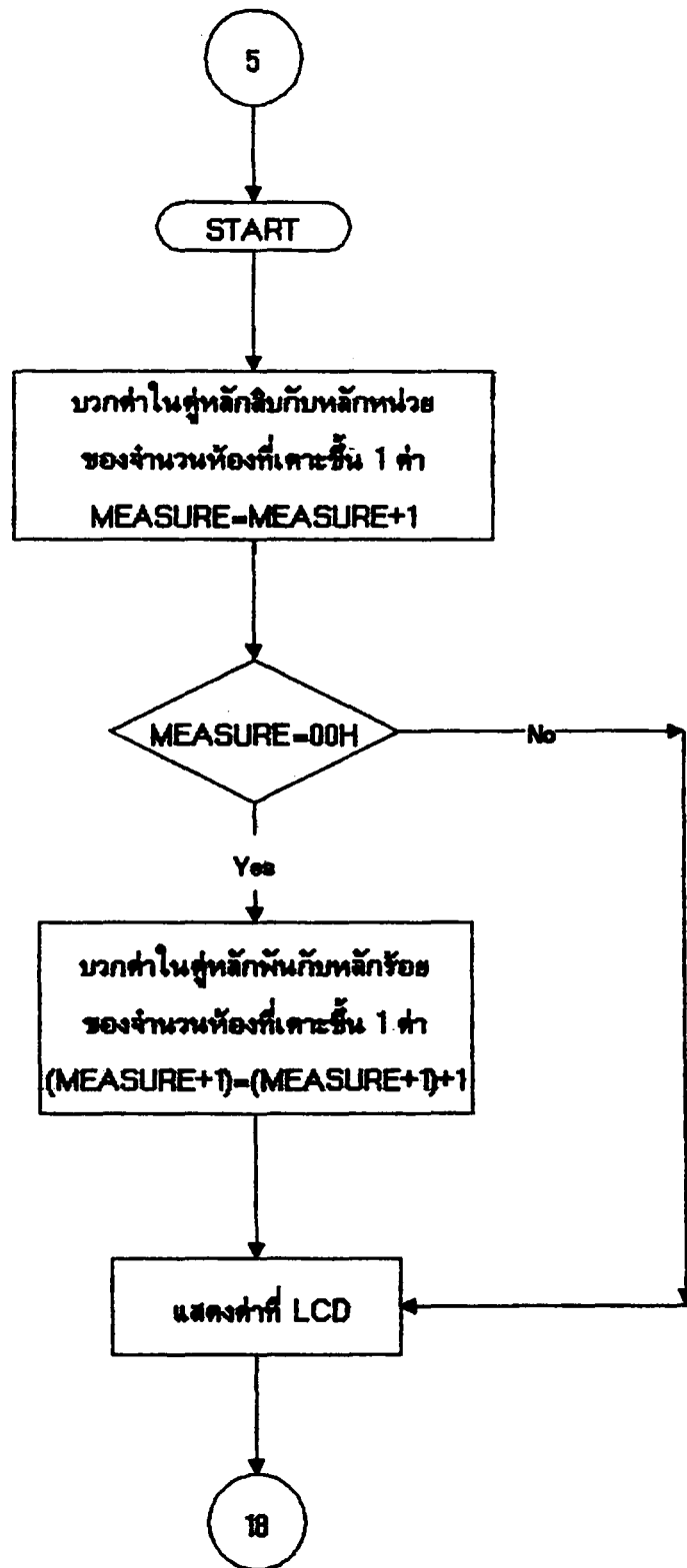


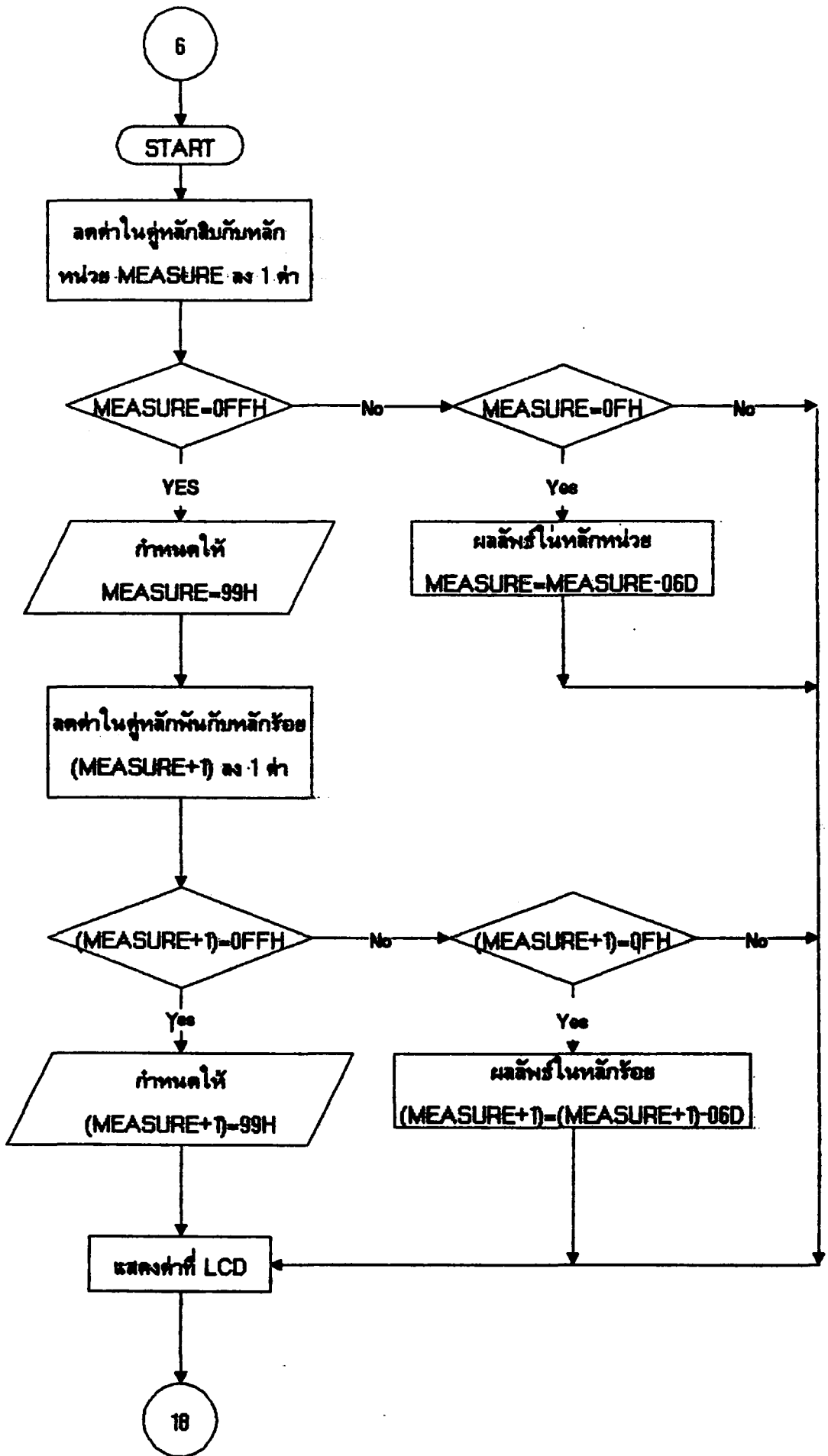


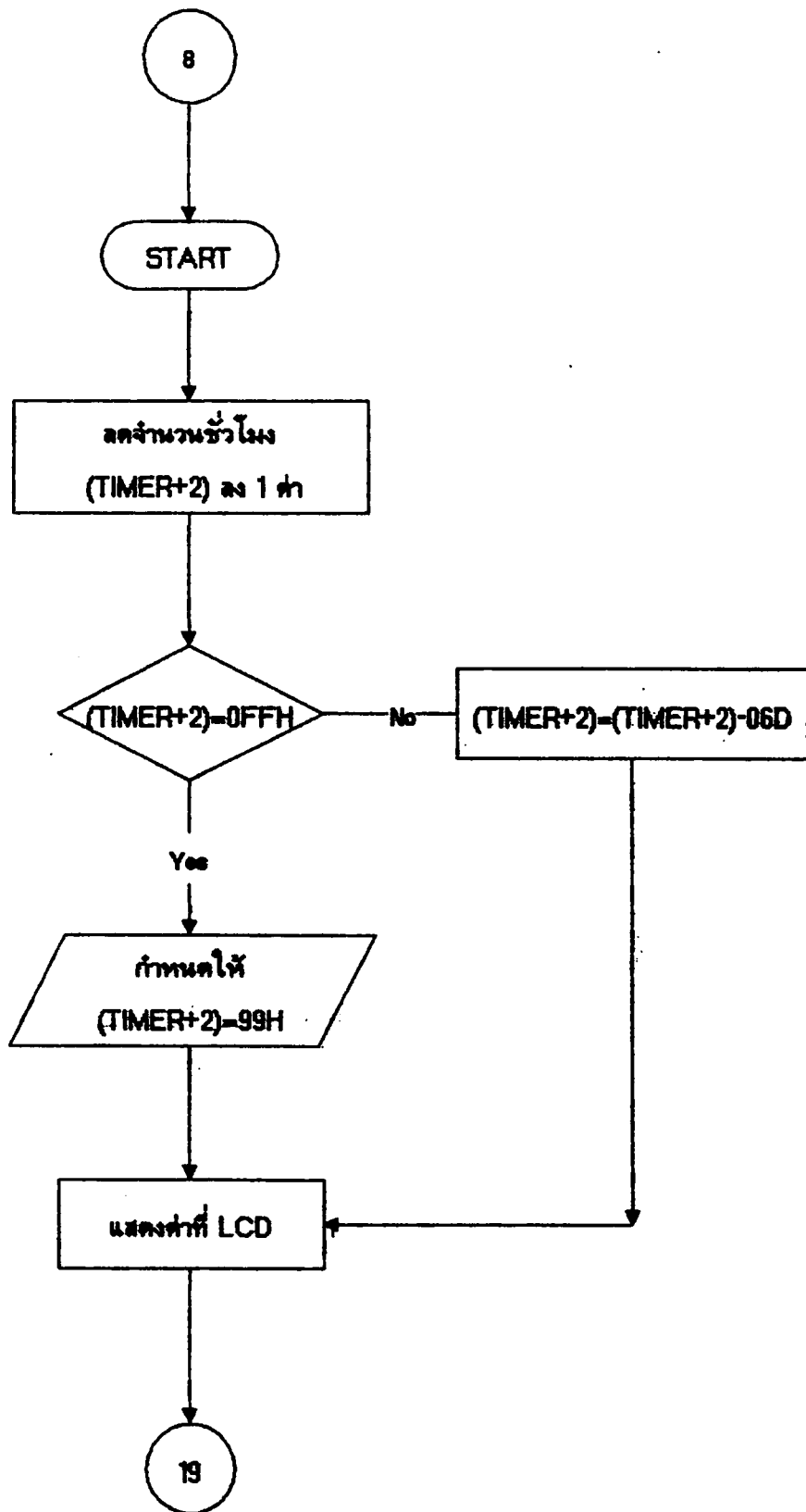


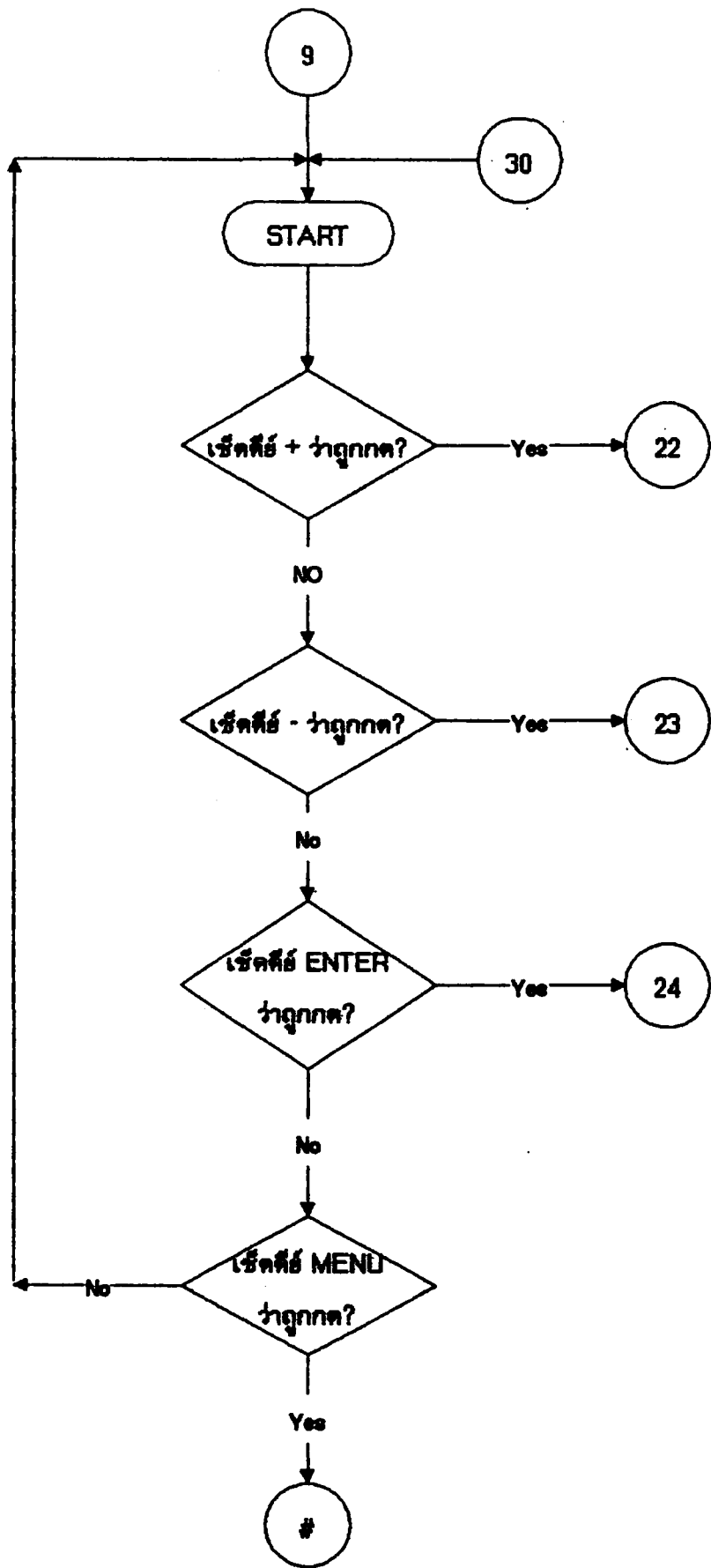


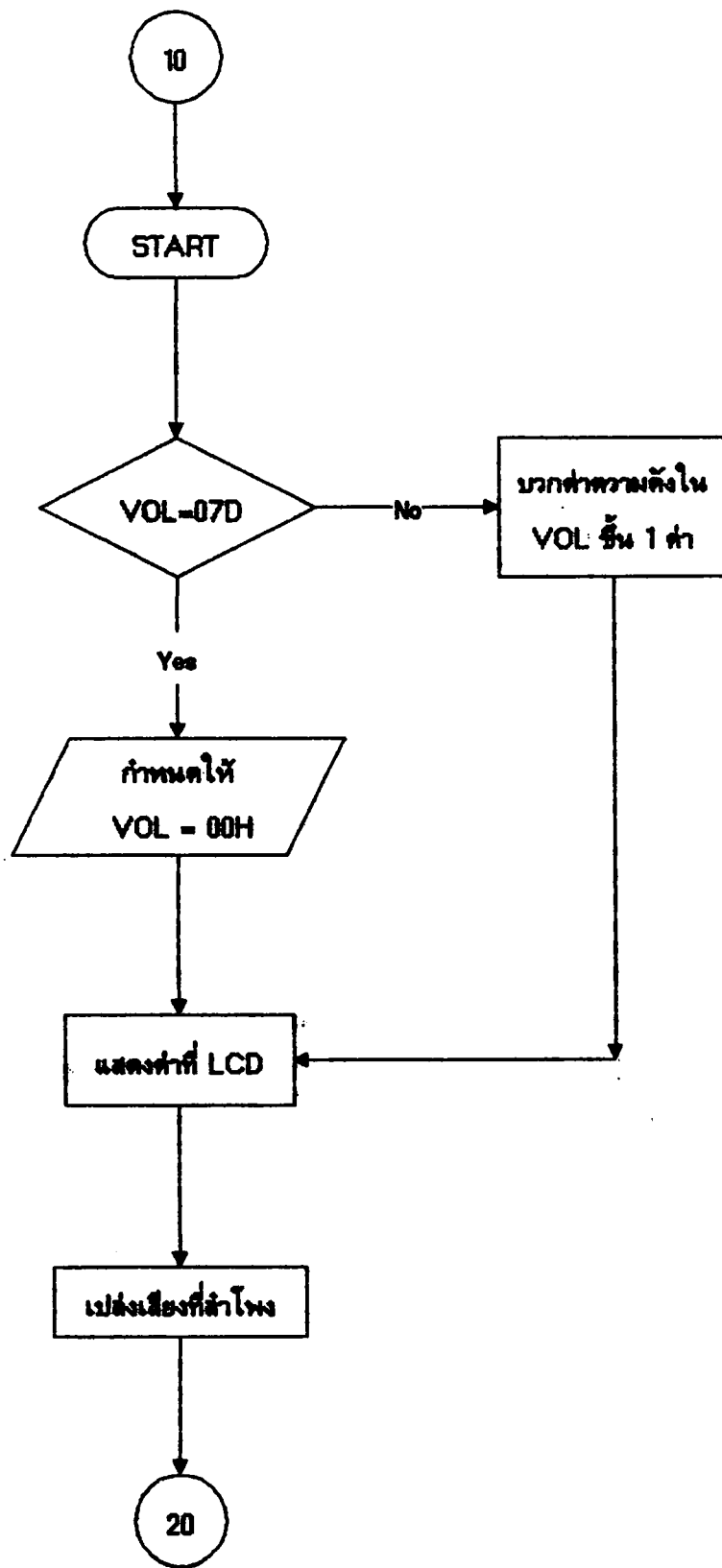


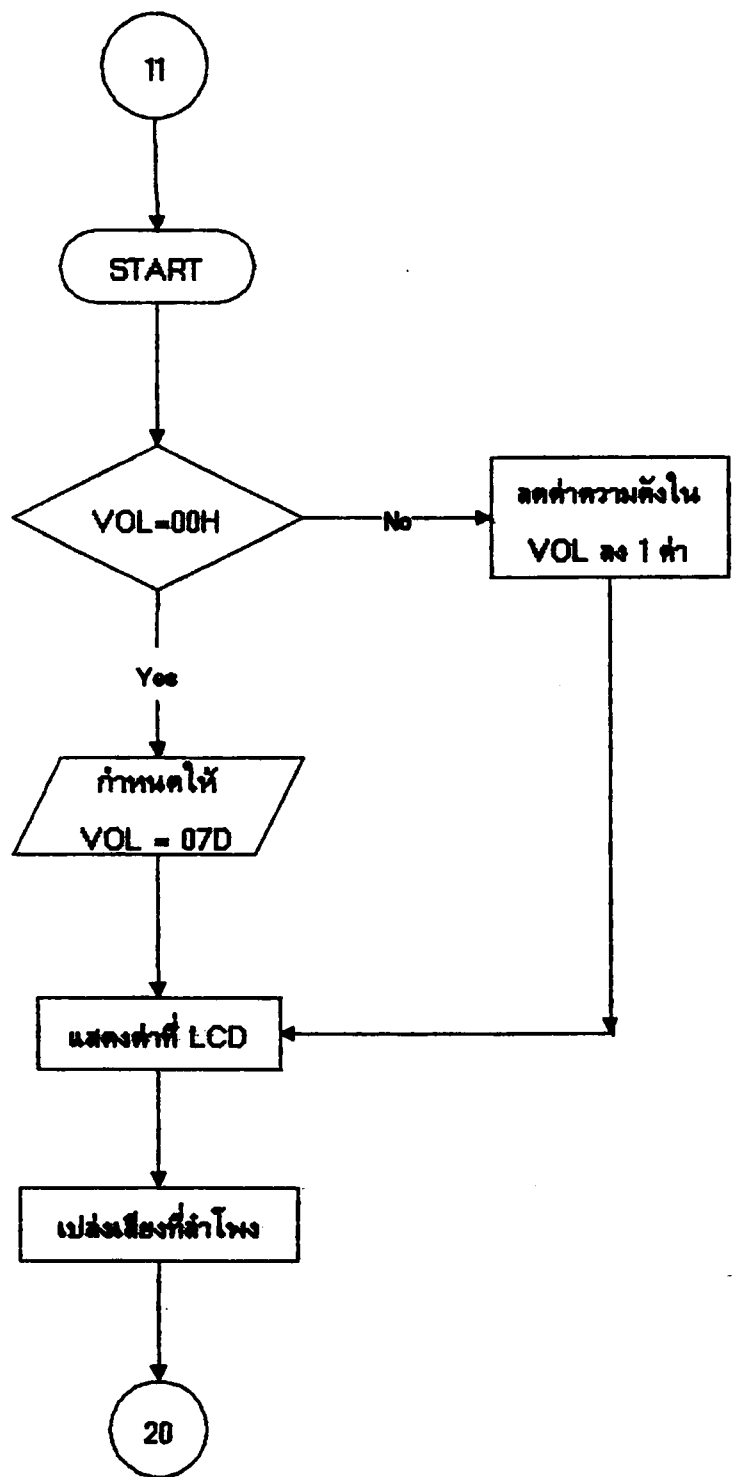


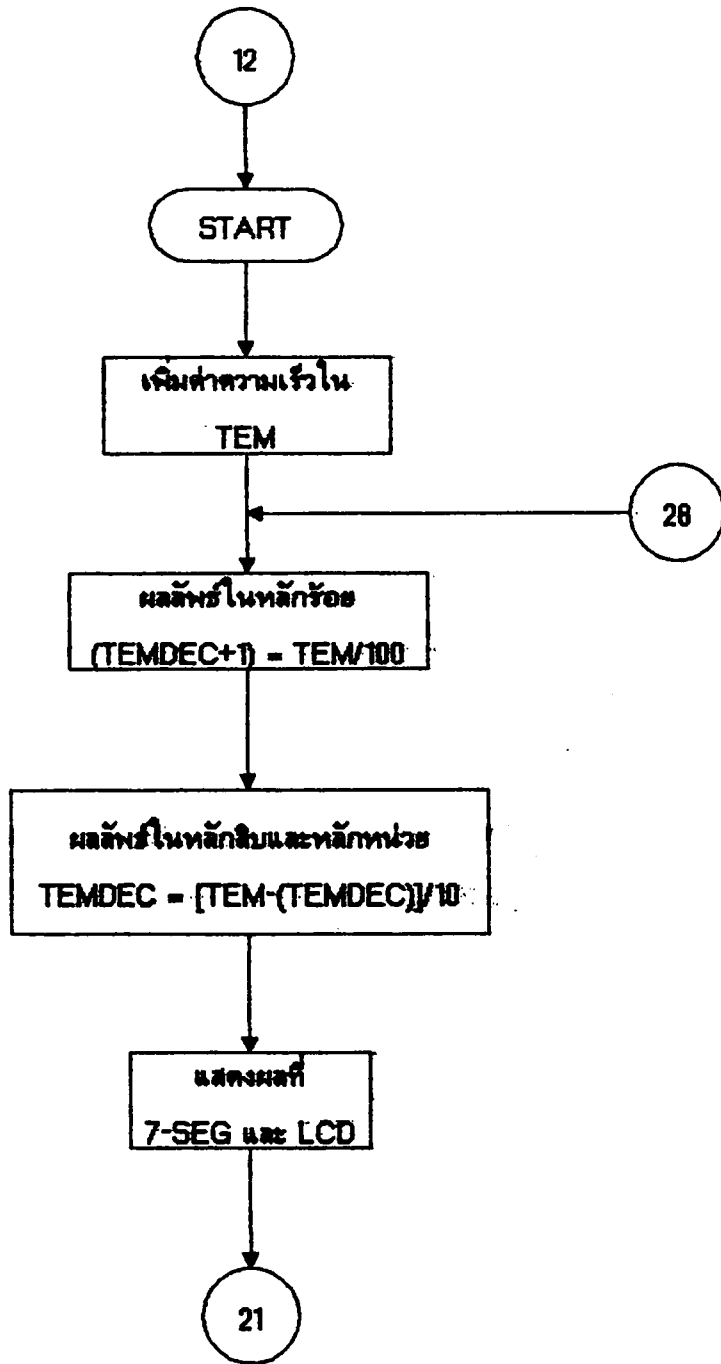


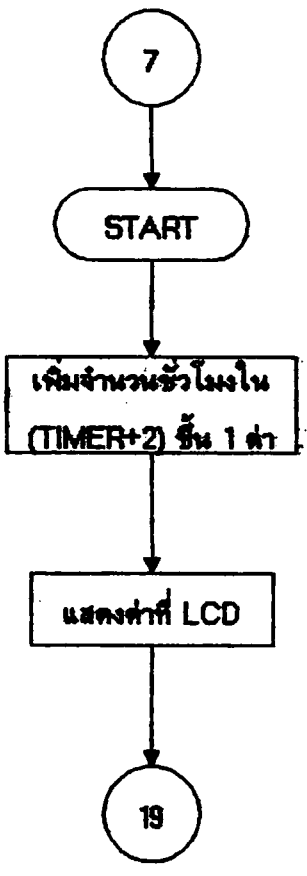
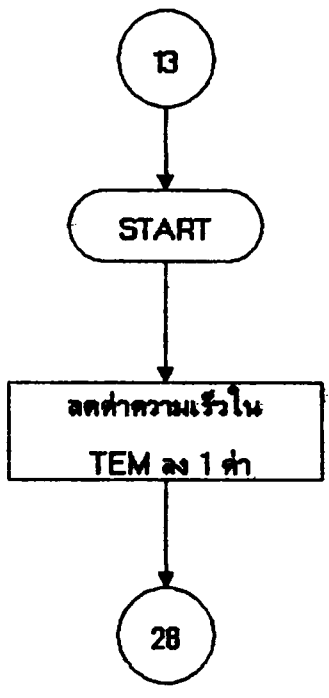


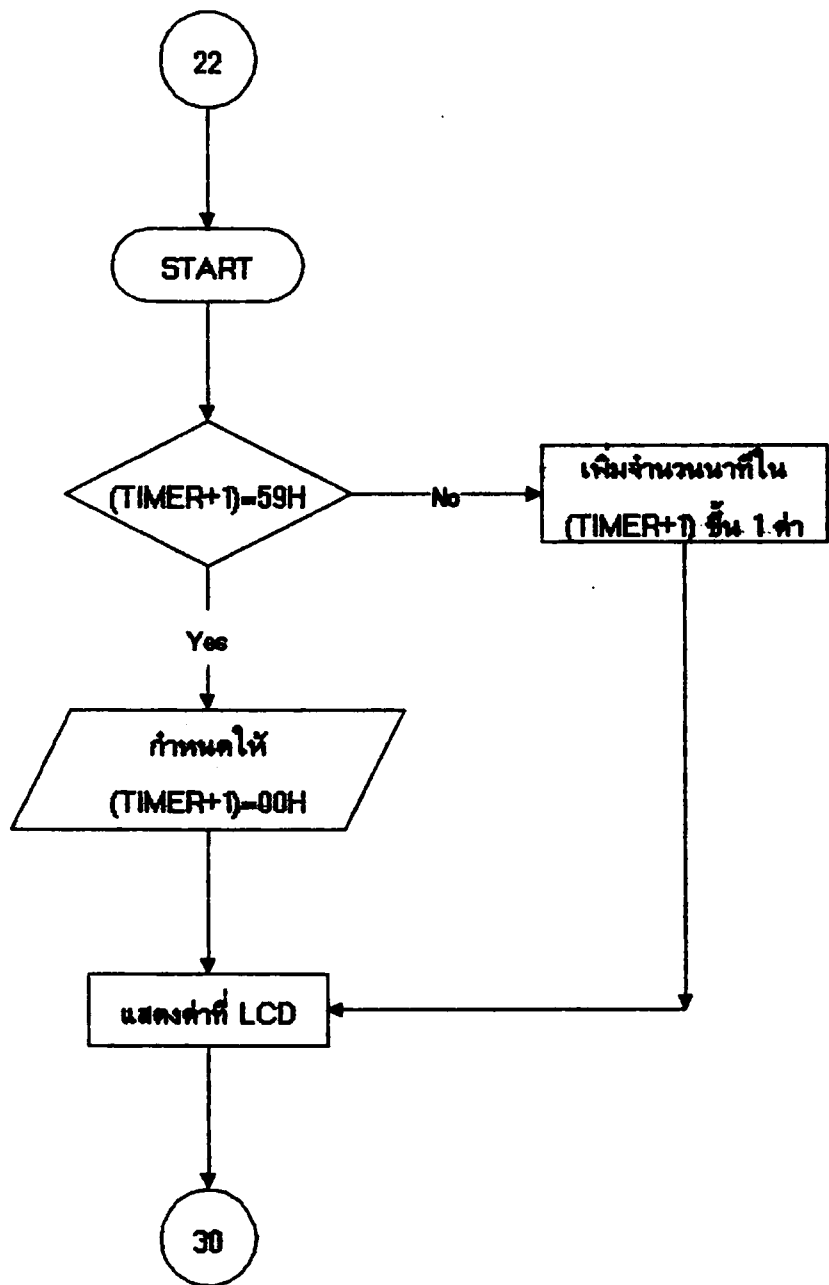


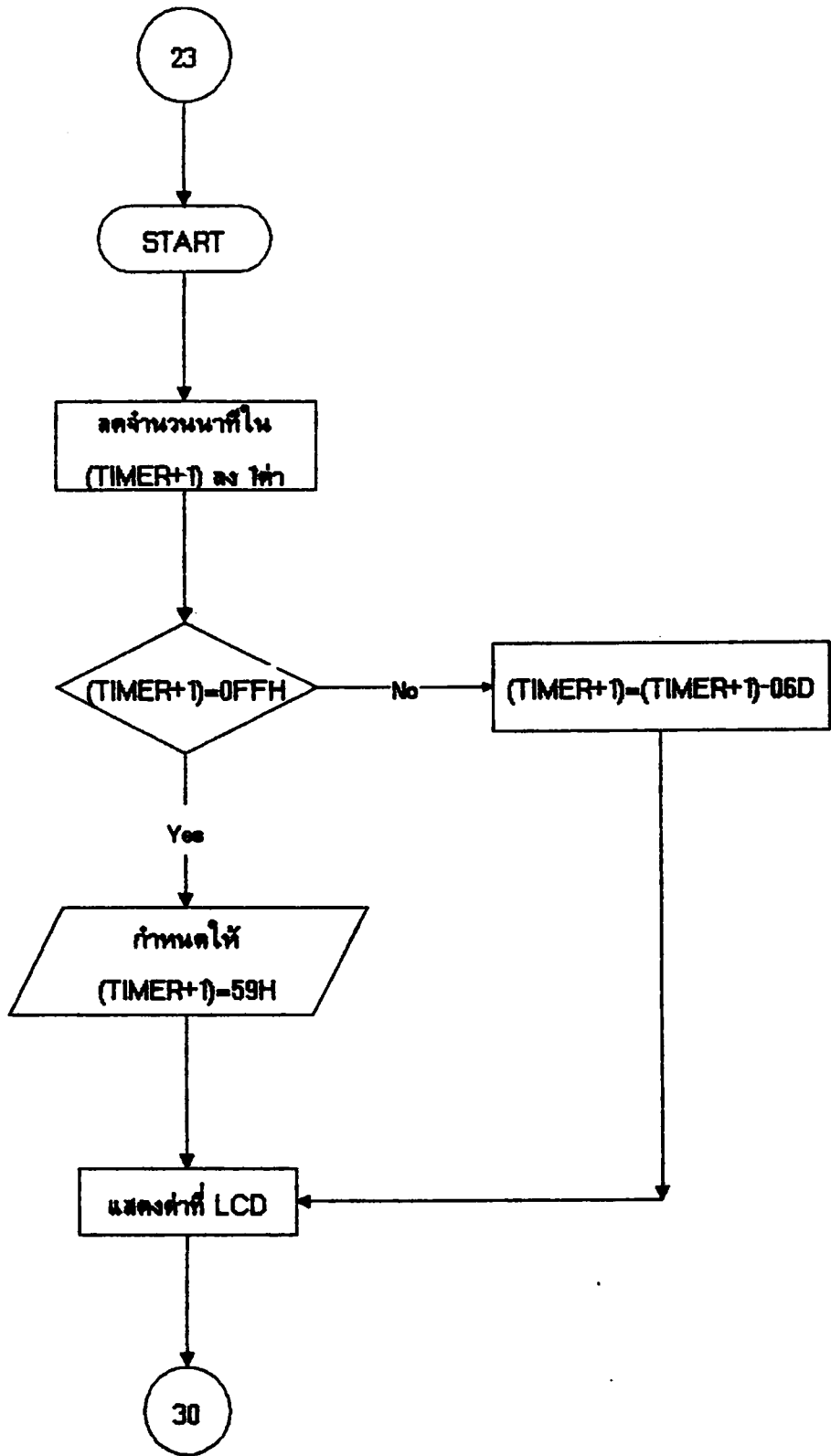


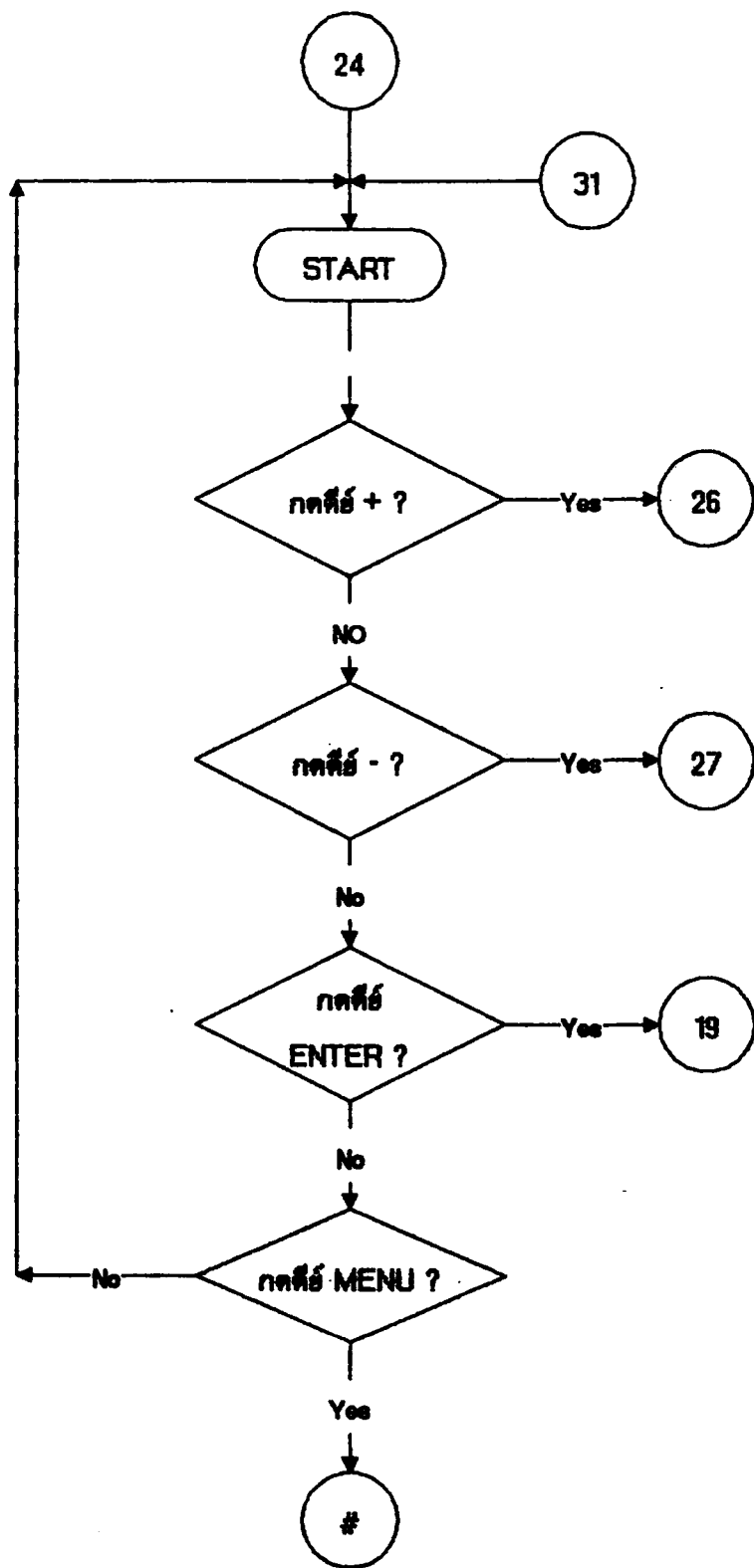


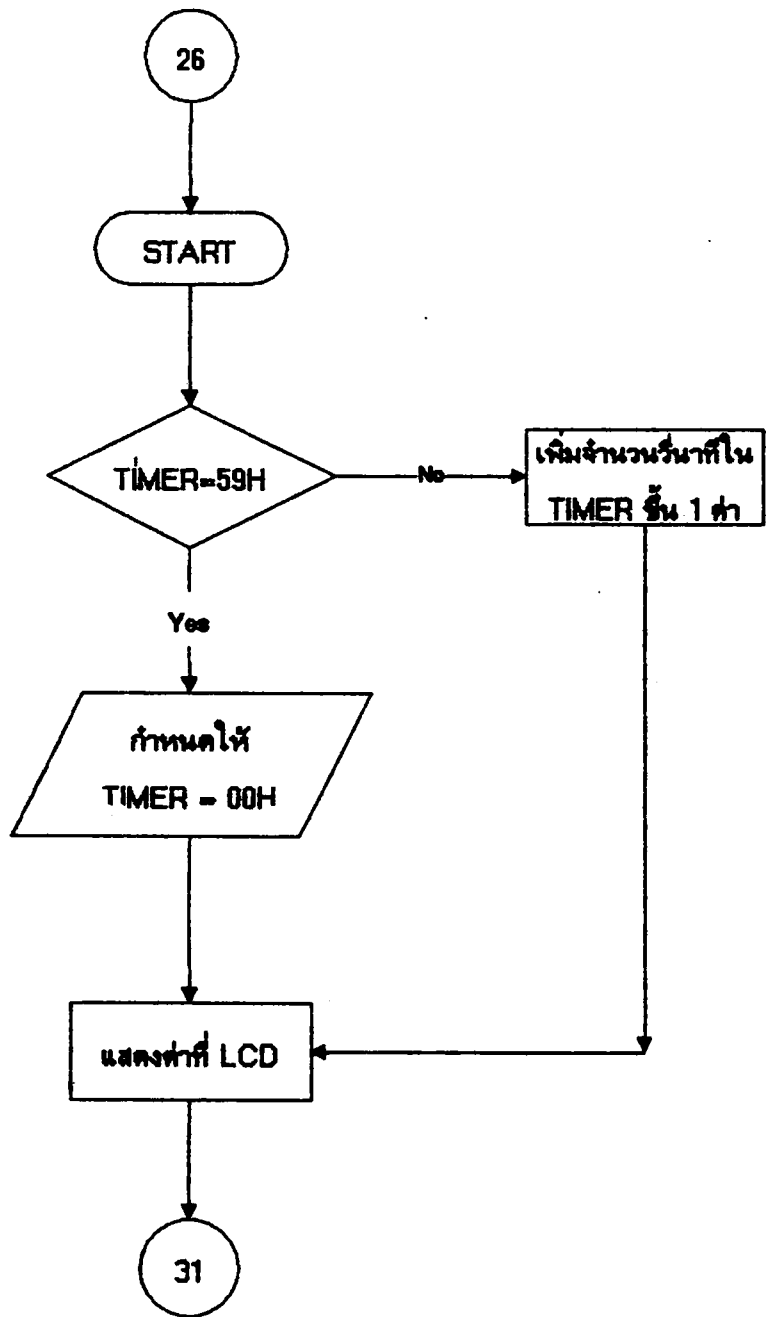


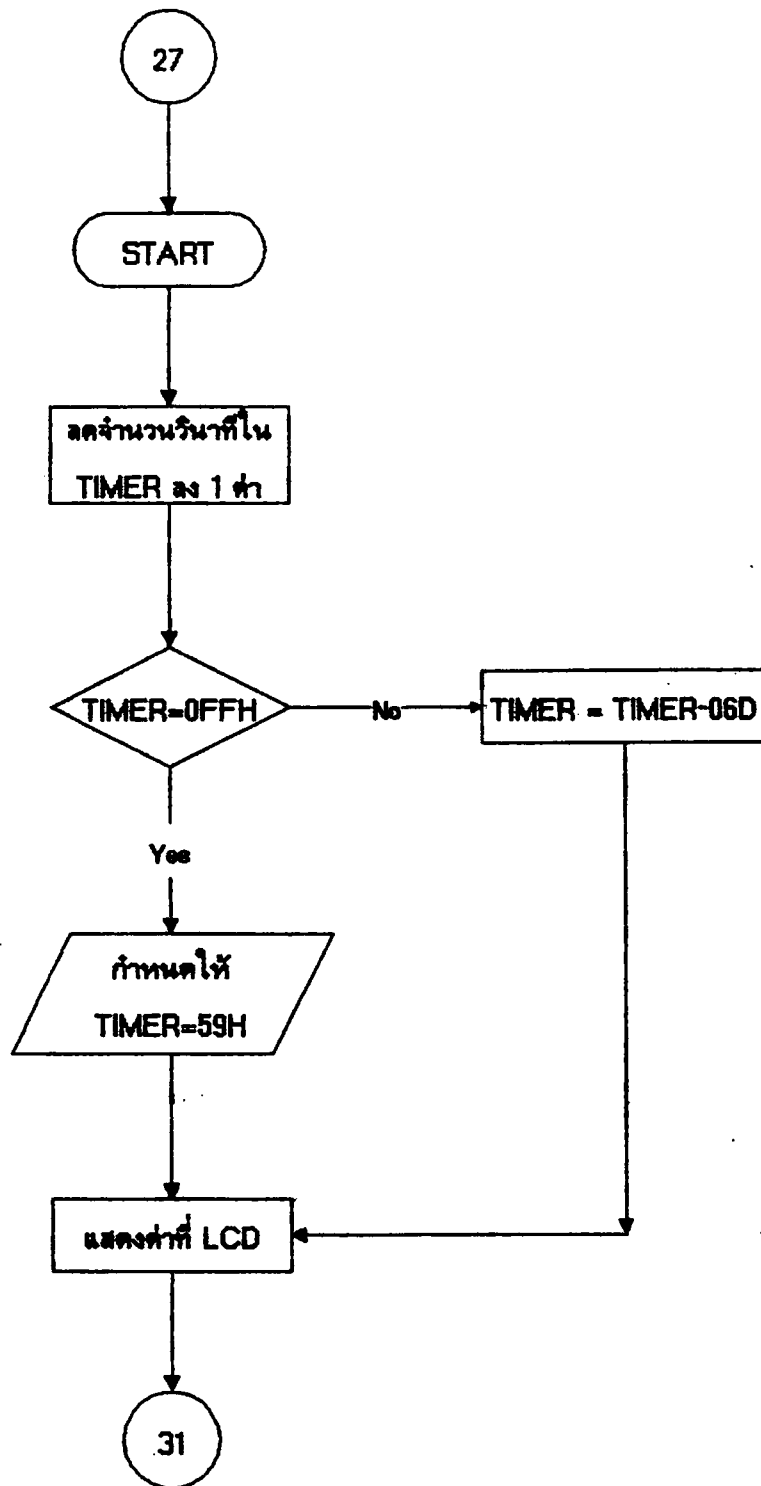




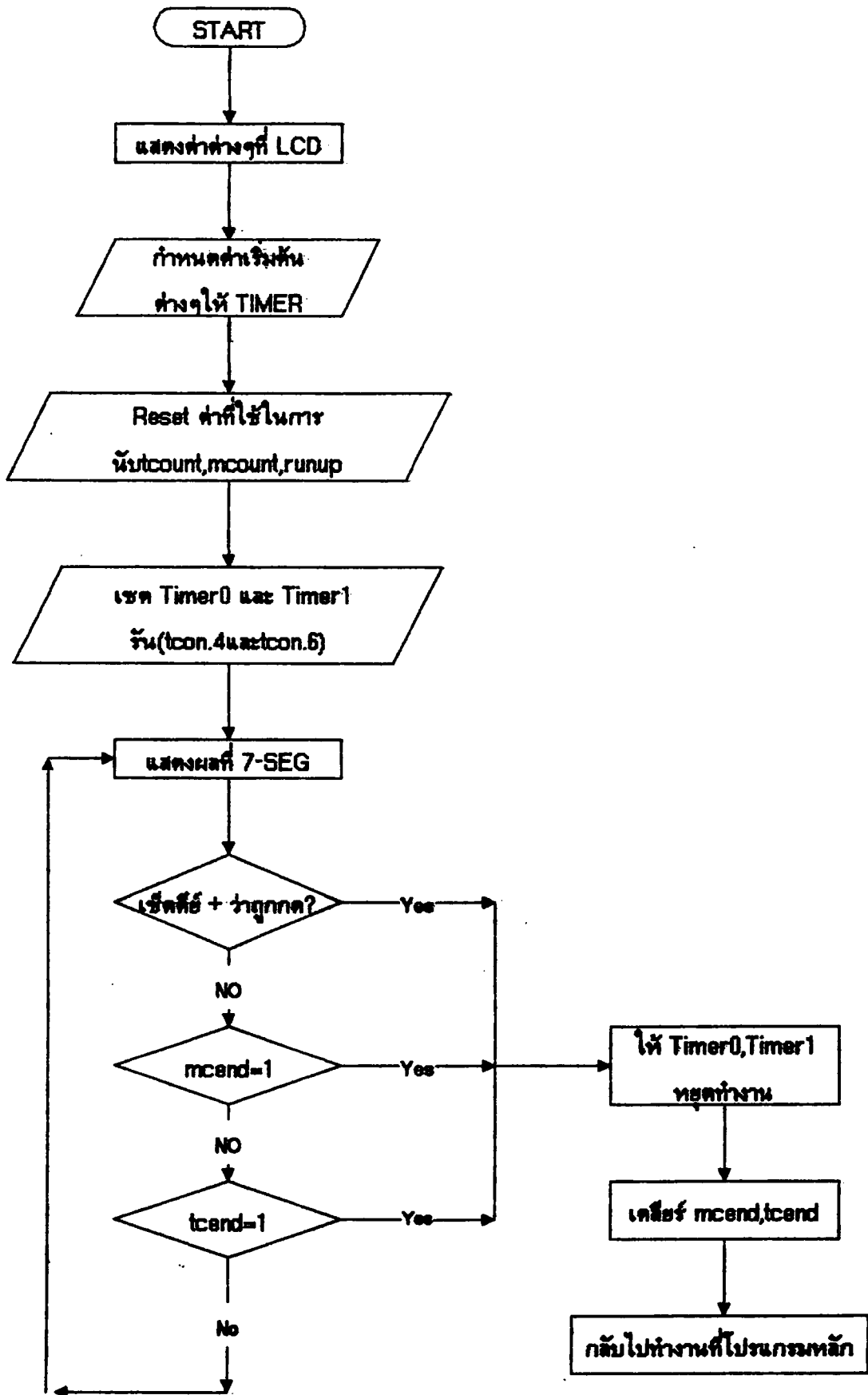




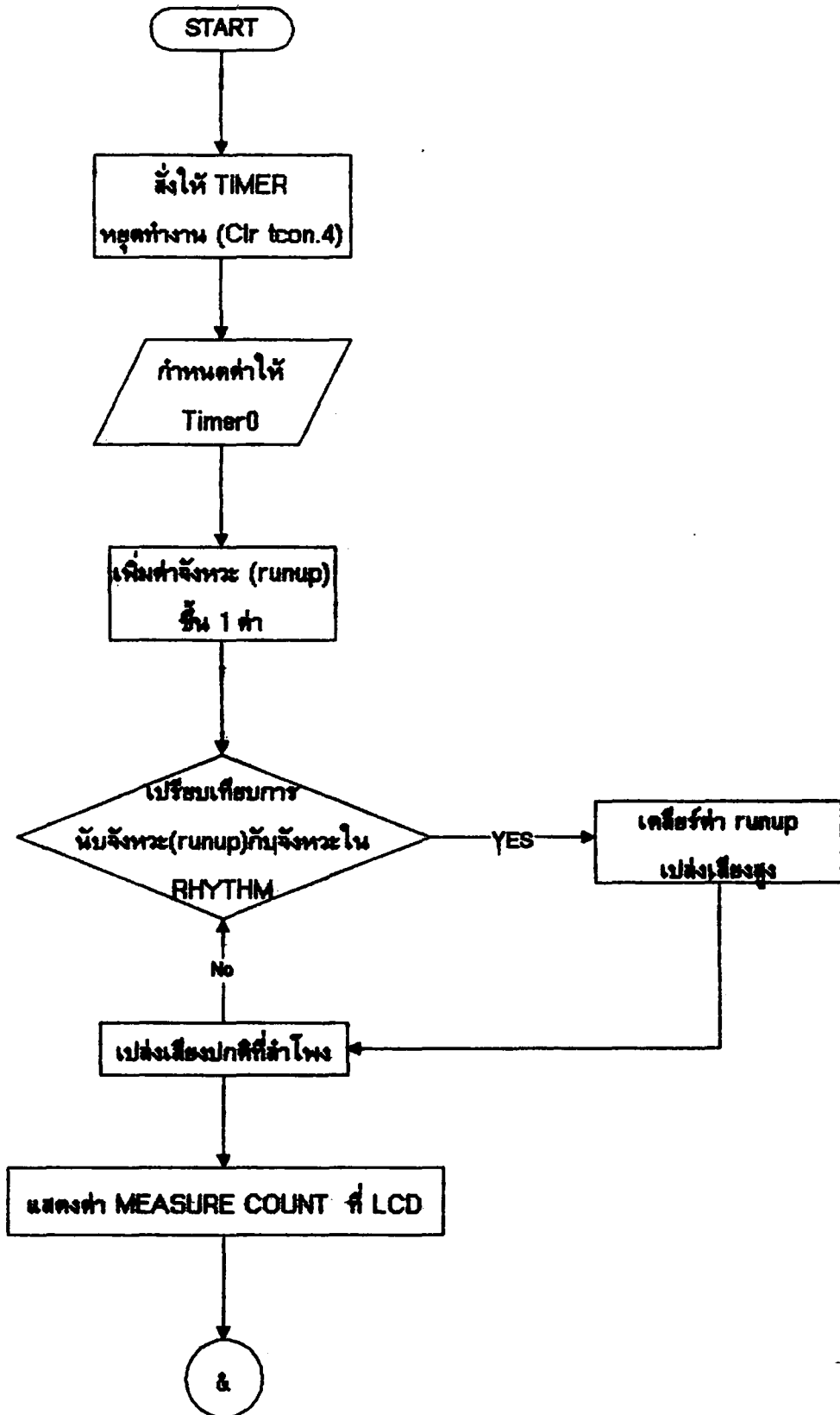


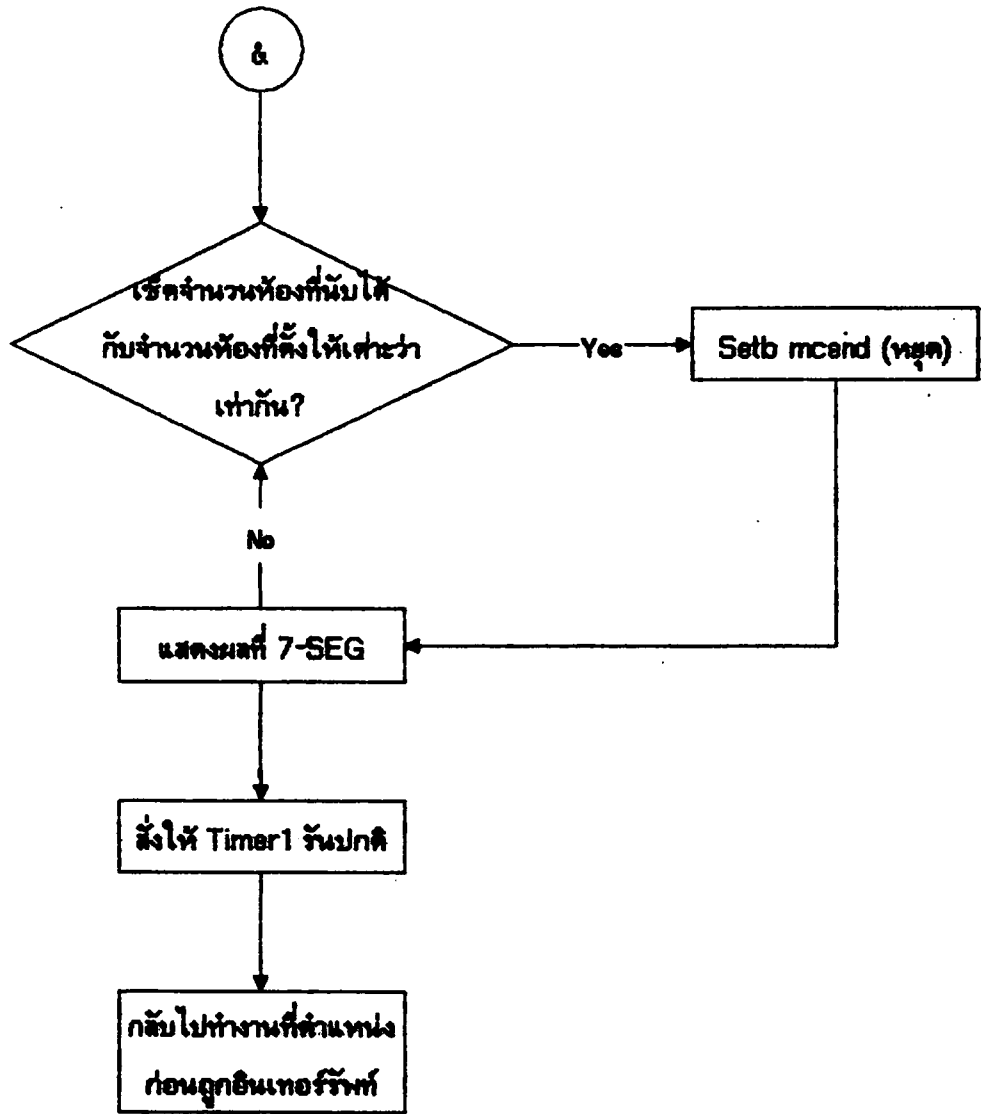


# FLOWCHART ขั้นตอนการเฝ้า

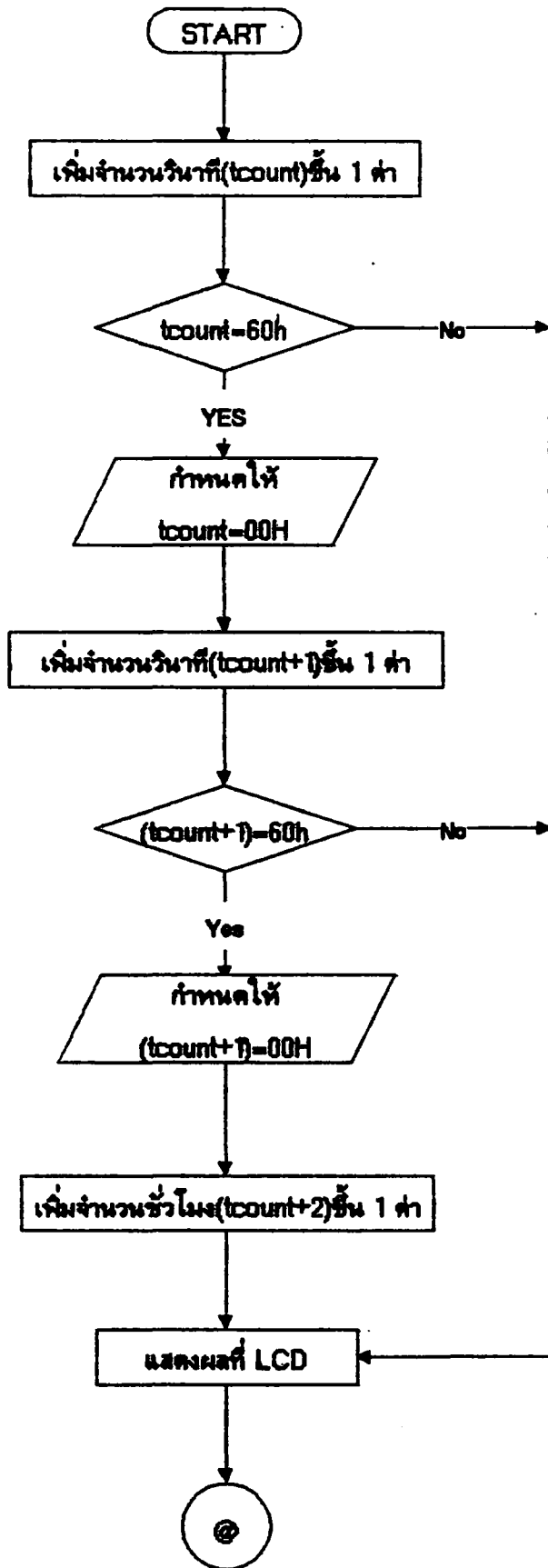


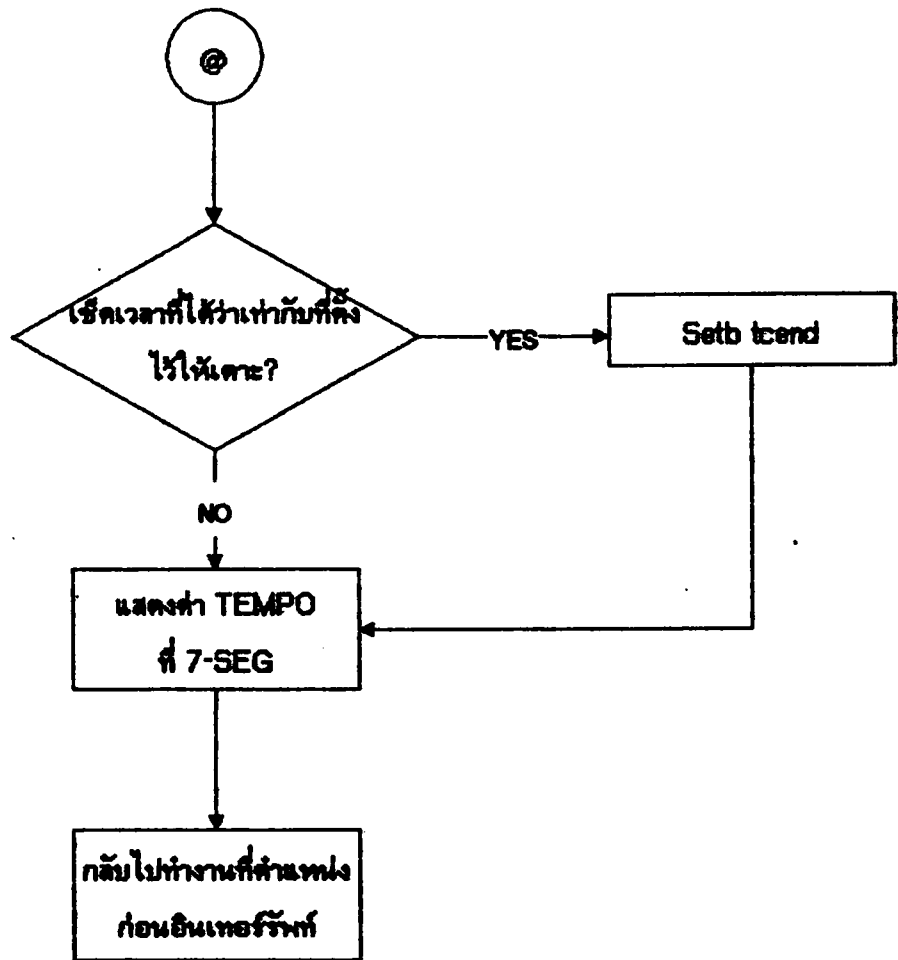
# โปรแกรมอินเทอร์รัพท์ TIMER0



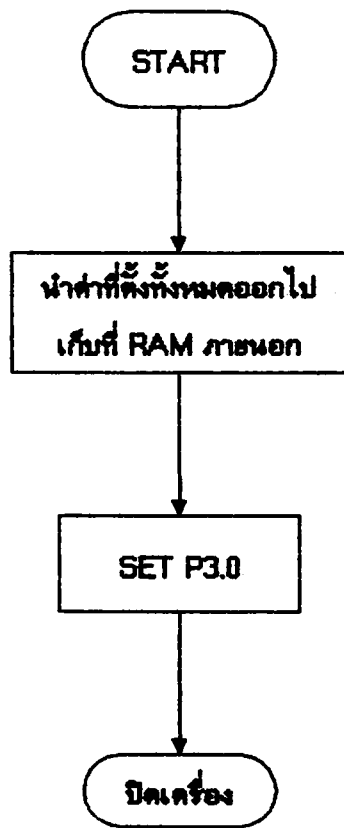


# โปรแกรมอินเทอร์รัท TIMER1





# FLOWCHART สั่งปิดเครื่อง



## บทที่ 5 สรุปการทำงาน

เครื่องเคาะจังหวะสำหรับนักดนตรีนี้สามารถทำงานได้ตามที่นักดนตรีต้องการจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการดนตรีเป็นอย่างมาก โดยผู้ที่สนใจในดนตรี สนใจที่จะเล่นดนตรีสามารถใช้เครื่องนี้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้เกิดความชำนาญ เพื่อเป็นนักดนตรีที่ดีต่อไปได้ ส่วนนักดนตรีมืออาชีพนั้นสามารถใช้งานเครื่องเคาะจังหวะนี้ให้เหมาะสมกับงานที่ตนเองกำลังสร้างสรรค์อยู่และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้

โครงการพิเศษชิ้นนี้สร้างขึ้นด้วยการรวบรวมความรู้ทางด้านดนตรี และอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน จากการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ตลอดเวลาที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนที่ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์นี้ การทำโครงการชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า สิ่งต่าง ๆ ที่วนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั้น เราสามารถสร้างหรือพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

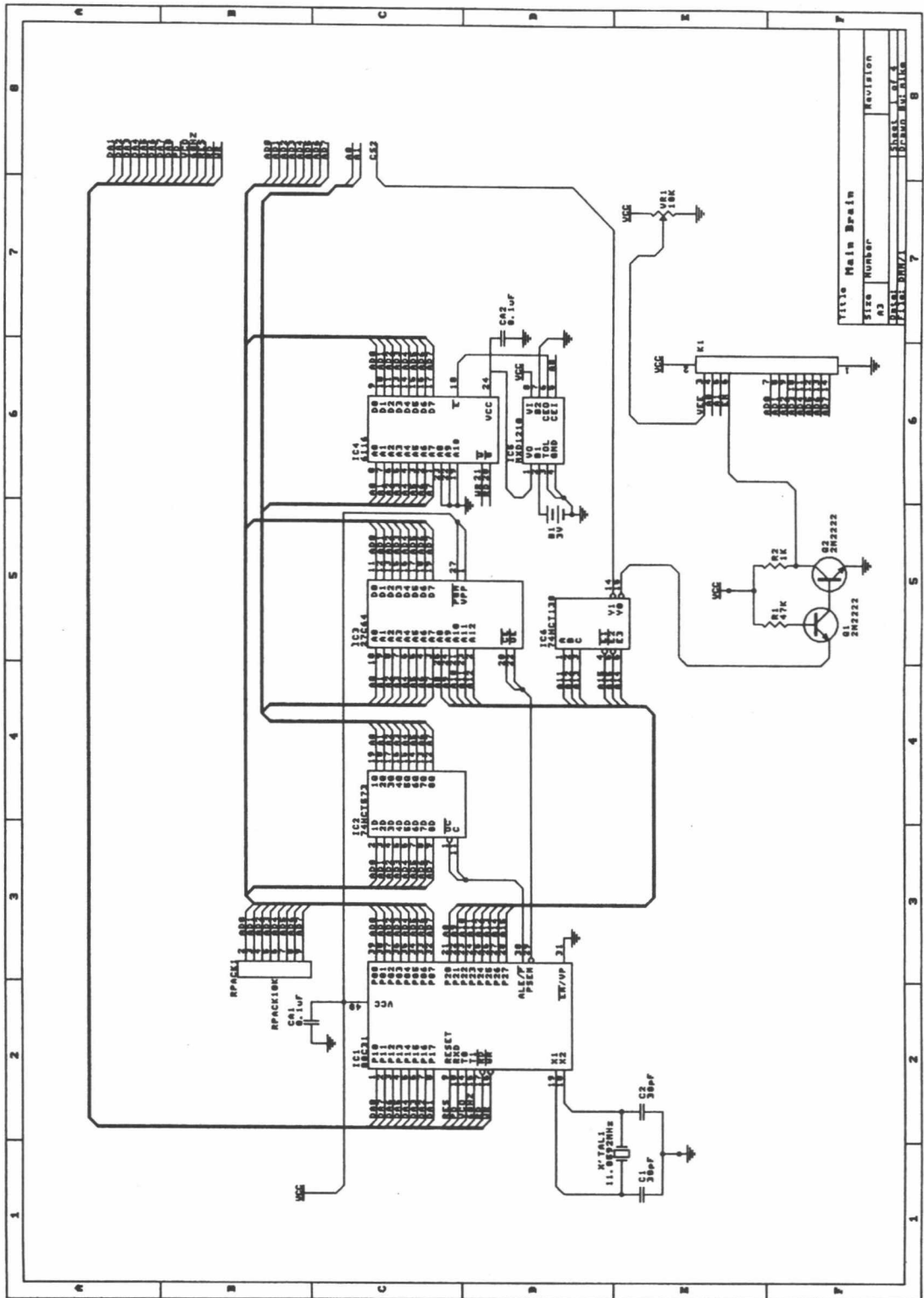
### 5.1 การปรับปรุง

1. ปรับปรุงส่วนของหน่วยความถี่ฐานให้มีความแม่นยำตลอดย่านความถี่ที่ต้องการ เพื่อให้ได้จังหวะที่แม่นยำขึ้น
2. ปรับปรุงให้สามารถเคาะจังหวะได้มากรูปแบบขึ้น
3. ปรับปรุงให้สามารถควบคุมการเคาะจังหวะได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถติดต่อแบบมิตีได้
4. ปรับปรุงส่วนเปล่งเสียงให้มีคุณภาพดีที่สุด

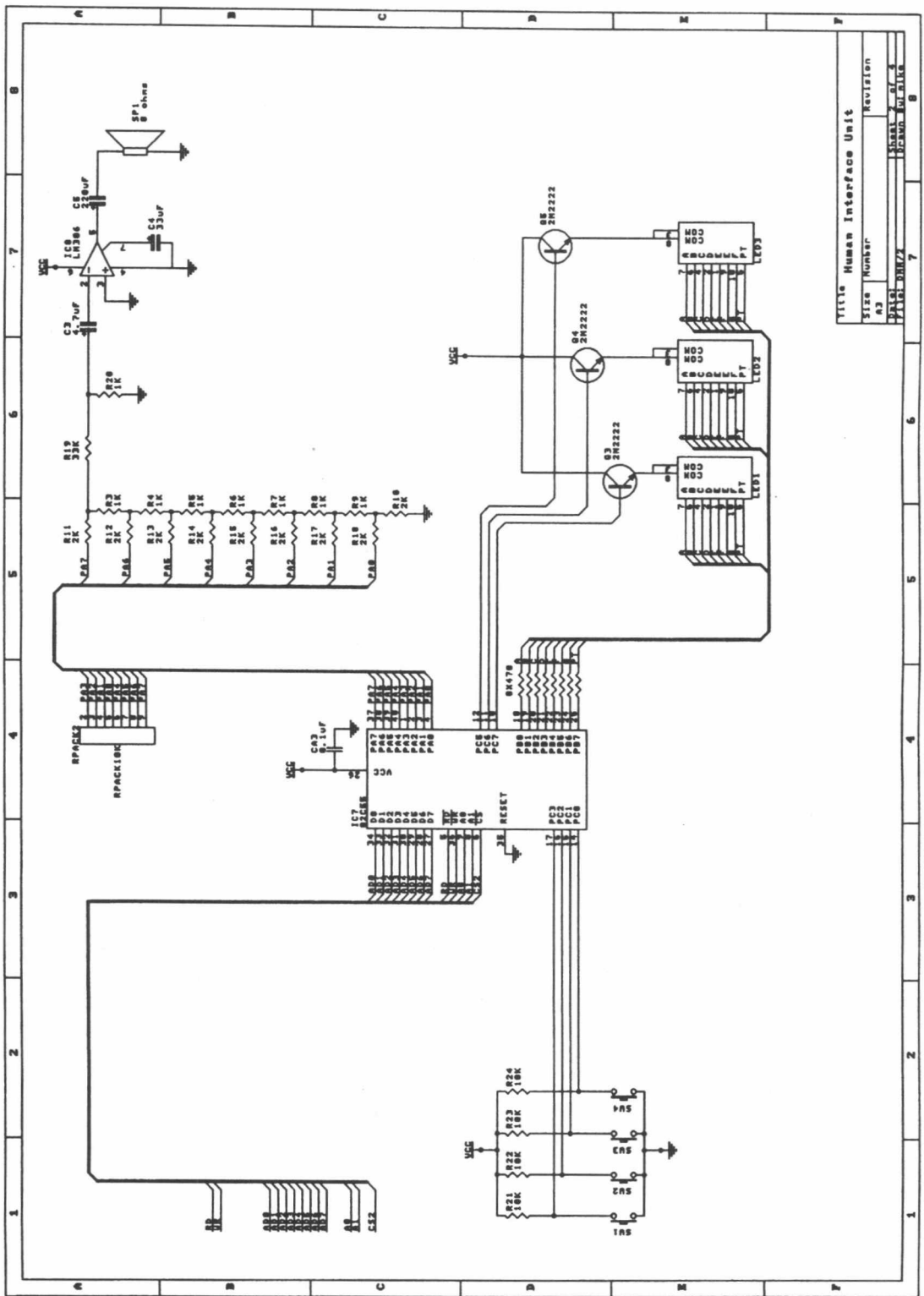
## หนังสืออ้างอิง

- Pen R., Introduction to MUSIC, McGraw-Hill, Singapore, 1992
- Intel Corporation, MCS@-51 Architectural Overview
- Ayala K., The 8051 Microcontroller Architecture, Programming, and Applications,  
Technical Texts, Inc, USA, 1991
- Horowitz P. and Hill W., The art of electronics Second Edition, Cambridge  
university press, 1989
- สุเจตน์ จันทรัมย์, ไมโครโปรเซสเซอร์ชิพเดี่ยว 8051, วิทยาลัยมหานคร, พศ. 2535
- กอบกิจ เต็มผาดิ เกียรียงศักดิ์ บุญเสริมวงศ์ และ ประสทธิ โรจนนาวิณ, ET BOARD ไมโคร  
คอมพิวเตอร์แผ่นพิมพ์เดี่ยว, วารสาร เขมิกอนดักเตอร์ อิเลคทรอนิกส์ ฉบับที่ 66, พศ.  
2528
- สมยศ ดิษริยะกุล, สร้างวงจรกำเนิดสัญญาณความถี่สำหรับนาฬิกาดิจิตอล, วารสาร คอมพิวเตอร์  
อิเลคทรอนิกส์ เวิลด์ ฉบับที่ 89, พศ. 2527

ภาคผนวก ก  
ฮาร์ดแวร์ของระบบ

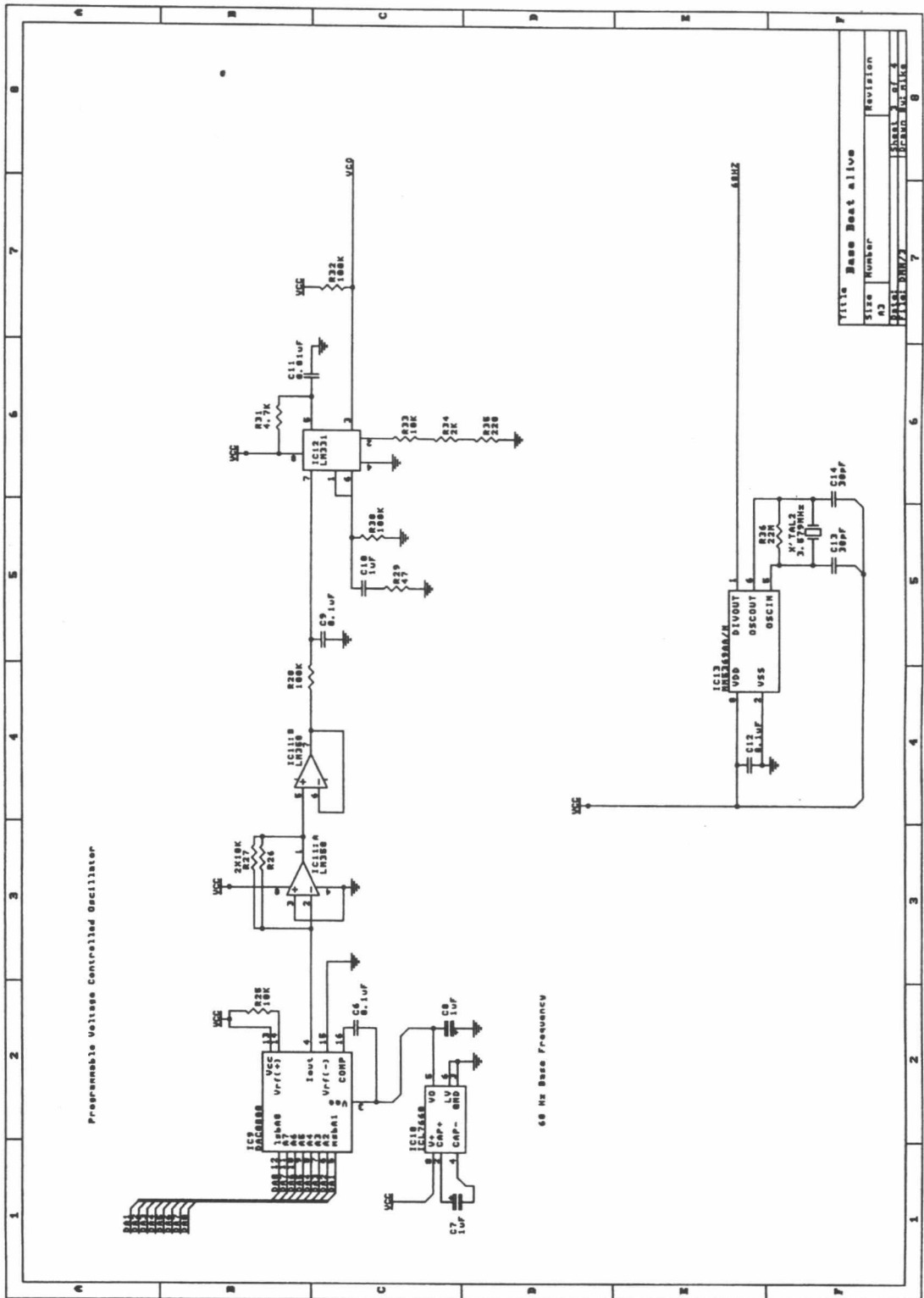


รูป ก.1 หน่วยควบคุมขนาดเด็ก

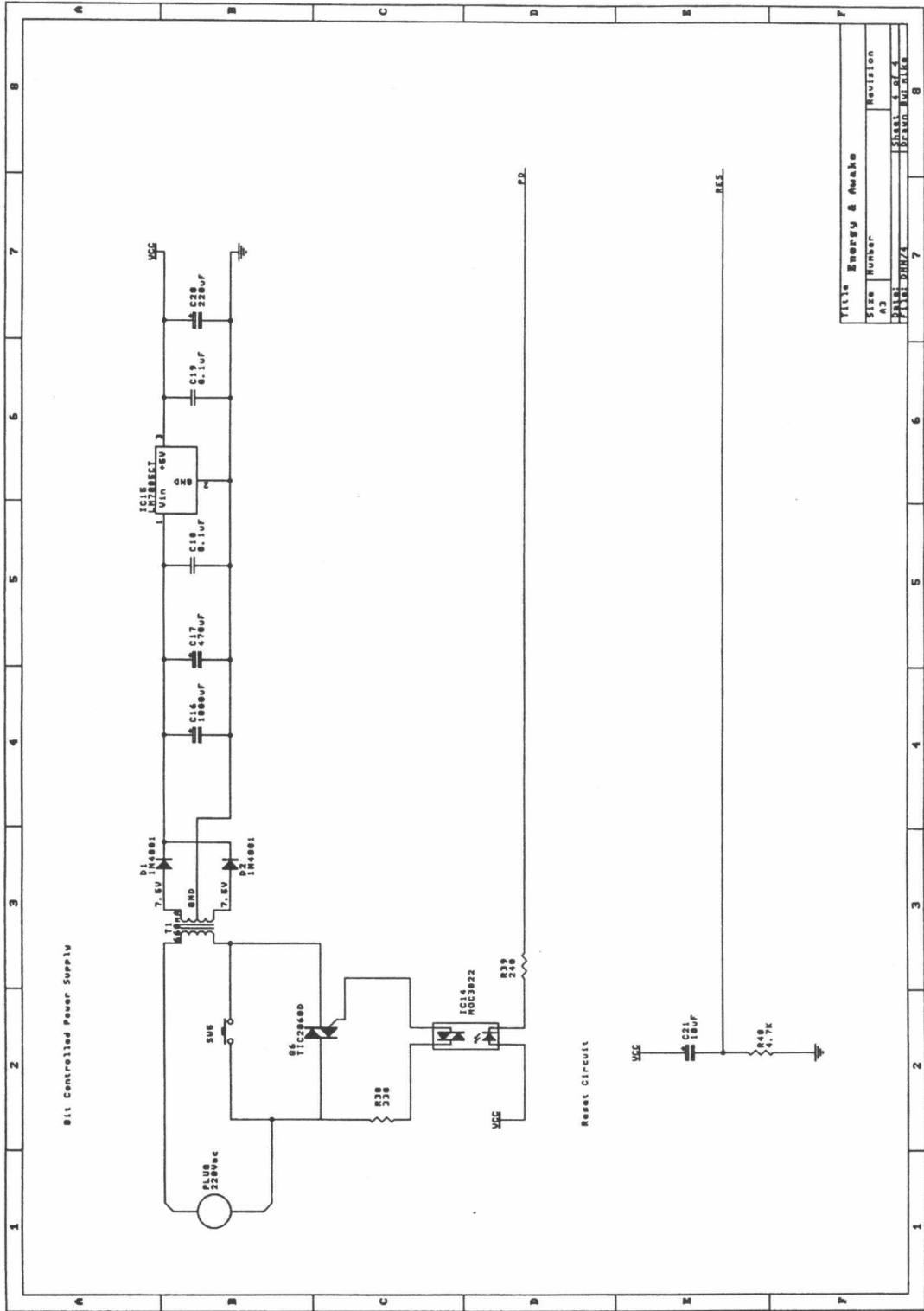


TITLE Human Interface Unit	
Size	Revision
152x100x100	1
152x100x100	2
152x100x100	3
152x100x100	4
152x100x100	5
152x100x100	6
152x100x100	7

รูป ก.2 หน่วยติดต่อกับผู้ใช้



รูป ก.3 หน่วยความถี่ฐาน



Title		Energy & Awake
Size	Number	Revision
A3		
Date		Sheet 1 of 1
Drawn		Checked
D. BHZ		D. BHZ

รูป ก.4 หน่วยจ่ายพลังงานและส่วนรีเซ็ตเมื่อเปิดเครื่อง

ภาคผนวก ข  
ซอฟต์แวร์ของระบบ

```

;*****
;*                               DIGITAL METRONOME                               *
;*                               BY                                           *
;*           Thanapat  Chayakul           34504016                           *
;*           SUMANEE   VIWATTANATEERAKUL  34504042                           *
;*****

```

```

                org     0000h

divl            equ     32h
divh            equ     33h
runup           equ     34h
sndr0           equ     35h
sndr1           equ     36h
sndr2           equ     37h
vol             equ     39h           ;sound level
tem             equ     40h           ;tempo
temdec          equ     41h           ;keep tempo(BCD)value
tcount         equ     43h
dispbuf        equ     45h           ;keep value for send to 7-seg
mcount         equ     46h
meter          equ     48h           ;keep meter
timesign       equ     49h           ;keep code of timesignature
volume         equ     4ah
rul            equ     50h
no.c           equ     51h           ;number character for lcd
rhythm         equ     52h           ;keep rhythm for compare
measure        equ     54h           ;center send Measure count
connect        equ     56h           ;center send beat value
timer          equ     57h           ;center send timer
oflag          equ     60h           ;Batt off flag
tcend          equ     7dh           ;time count end
mcend          equ     7eh           ;measure count end
instw          equ     4000h        ;write instruction
dataw          equ     4001h        ;write data
statr          equ     4002h        ;read instruction
datar          equ     4003h        ;read data
porta         equ     4800h        ;speaker
portb          equ     4801h        ;7-seg
portc          equ     4802h        ;high byte for 7-seg
ctrl           equ     4803h        ;control port

```

```

;Local Address 10h,11h,12h,13h,14h,15h,16h,17h,18h,19h,1ah,1bh,1eh
;General register :r5,r6,r7 delay loop

```

```

;#####
;#      MENU      #
;#####

```

```

                jmp     begin

fill1:         db      00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h

                org     000bh
ti0:           jmp     t0serv           ;goto beat

fill12:        db      00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h
                db      00h,00h,00h,00h,00h

                org     001bh
ti1:           jmp     t1serv           ;goto time

                org     001eh

begin:         clr     p3.0           ;Awake
                lcall  getdata

```

```

        clr        tcend
        clr        mcend
        mov        dptr,#ctrl        ;8255 initialize
        mov        a,#81h
        movx       @dptr,a
        mov        a,oflag
        cjne       a,#16h,initdata  ;check default
initdata: sjmp        maincont
        mov        oflag,#16h
        mov        meter,#10h        ;Quarter
        mov        timesign,#10h    ;4/4
        mov        measure,#00h     ;Measure
        mov        (measure+1),#00h
        mov        timer,#00h       ;Time
        mov        (timer+1),#00h
        mov        (timer+2),#00h
        mov        vol,#07h         ;Speak level
        mov        tem,#3ch         ;Tempo = 60
maincont: lcall       putdata
        mov        sp,#08h
        mov        temdec,#00h
        mov        (temdec+1),#00h
        mov        mcount,#00h
        mov        (mcount+1),#00h
        mov        tcount,#00h
        mov        (tcount+1),#00h
        mov        (tcount+2),#00h
home:     acall       lcd            ;through the eye of god
        lcall       h1txt
        lcall       h2txt
        lcall       showmt
        lcall       showts
        lcall       showtime
        lcall       showmc
home2:    lcall       tm11           ;convert tem to temdec
        mov        pl,tem           ;Send Tempo to VCO
        lcall       seg
        mov        dptr,#portc
        movx       a,@dptr
        anl        a,#0fh
        cjne       a,#0bh,tap1     ;check MENU key pressed?
        acall       delay3
        acall       delay3

        ;#####
        ;METER
        ;#####

lo:       acall       lcd
        acall       ll

;#####
;+ KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

op:       lcall       seg
        mov        dptr,#portc
        movx       a,@dptr
        anl        a,#0fh
        cjne       a,#0eh,k2       ;check + key pressed?
        acall       delay3
        mov        a,meter
        rr         a
        mov        meter,a
        cjne       a,#08h,k11
        mov        a,#80h

```

```

k11:      mov     meter,a
          acall   q           ;send METER to LCD
          jmp     op

;#####
;- KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

k2:       cjne   a,#0dh,keyen ;check -key to pressed?
          acall   delay2
          mov     a,meter
          rl     a
          mov     meter,a
          cjne   a,#01h,k21
          mov     a,#10h
          mov     meter,a

k21:      acall   q           ;send METER to LCD
          jmp     op

tap1:     ljmp    chv1        ;display at LCD

;#####
;ENTER KEY SCAN SUBROUTINE
;#####
          ;#####
          ;TIME SIGNATURE
          ;#####

keyen:    cjne   a,#07h,op    ;check + key to pressed?
          acall   delay2
          acall   lcd
          mov     rul,#80h
          mov     no.c,#19
          mov     dptr,#char6
          lcall   lcdld
          mov     a,timesign
          acall   ts22

;#####
;+ KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

ken1:     lcall   seg
          mov     dptr,#portc
          movx   a,@dptr
          anl    a,#0fh
          cjne   a,#0eh,ken2 ;check ENTER key to pressed?
          acall   delay2
          mov     a,timesign
          rl     a
          mov     timesign,a
          cjne   a,#40h,ken   ;compare for check
          mov     a,#02h
          mov     timesign,a

ken:      acall   ts22

;#####
;- KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

ken2:     cjne   a,#0dh,kn31 ;check - key to pressed?
          acall   delay2
          mov     a,timesign
          rr     a
          mov     timesign,a
          cjne   a,#01h,k31   ;compare for check

```

```

        mov     a,#20h
        mov     timesign,a
k31:    acall   ts22

;#####
;ENTER KEY SCAN SUBROUTINE
;#####
                ;#####
                ;MEASURE COUNT
                ;#####

kn31:    cjne   a,#07h,ken1    ;check enter key to pressed?
        acall  delay2
        acall  lcd
        mov   rul,#80h
        mov   no.c,#18
        mov   dptr,#char12
        lcall lcdld
        acall ld10            ;send value to LCD

;#####
;+ KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

km1:     lcall  seg
        mov   dptr,#portc
        movx  a,@dptr
        anl  a,#0fh
        cjne  a,#0eh,km2      ;check + key to pressed?
        acall delay3
        acall delay3
        mov   a,measure
        add  a,#01d
        da   a                ;chang hex in measure to BCD
        mov  measure,a
        cjne  a,#00h,ld17
        mov  a,(measure+1)
        add  a,#01d
        da   a                ;chang hex in (measure+1) to BCD
        mov  (measure+1),a
        acall ld10
        sjmp  km1

ld17:    acall  ld10
        sjmp  km1

;#####
;- KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

km2:     cjne   a,#0dh,kmsen1  ;kmsen ;check - key press?
        acall  delay3
        acall  delay3
        dec   measure
        mov   a,measure
        cjne  a,#0ffh,kmm2    ;compare measure for chack
        mov   measure,#99h
        dec   (measure+1)
        mov   a,(measure+1)
        cjne  a,#0ffh,kmm3    ;compare (measure+1) for chack
        mov   (measure+1),#99h
        acall ld10            ;display at LCD
        sjmp  km1

kmsen1:  ajmp   kmsen

```

```

;#####
;CALCULATION SUBROUTINE
;#####

```

```

kmm2:      anl      a,#0fh
           cjne     a,#0fh,ld17
           mov      a,measure
           clr      c
           subb    a,#06d          ;change to BCD
           mov      measure,a
           acall   ld10
           sjmp    km1

```

```

kmm3:      anl      a,#0fh
           cjne     a,#0fh,ld17
           mov      a,(measure+1)
           clr      c
           subb    a,#06d          ;change to BCD
           mov      (measure+1),a
           acall   ld10
           sjmp    km1

```

```

;#####
;MEASURE COUNT DISPLAY SUBROUTINE
;#####

```

```

ld10:      mov      a,(measure+1)
           anl      a,#0f0h
           cjne     a,#00h,ld11
           mov      a,#0c0h
           acall   oper
           mov      a,#20h
           acall   dtw
           mov      a,(measure+1)
           anl      a,#0fh
           cjne     a,#00h,ld12
           mov      a,#0c1h
           acall   oper
           mov      a,#20h
           acall   dtw
           mov      a,measure
           anl      a,#0f0h
           cjne     a,#00h,ld13
           mov      a,#0c2h
           acall   oper
           mov      a,#20h
           acall   dtw
           mov      a,measure
           anl      a,#0fh
           mov      r4,a
           mov      leh,#0c3h
           acall   mcl
           ret

```

```

ld11:      mov      a,(measure+1)
           anl      a,#0f0h
           swap    a
           mov      r4,a
           mov      leh,#0c0h
           acall   mcl

```

```

ld14:      mov      a,(measure+1)
           anl      a,#0fh
           mov      r4,a
           mov      leh,#0c1h
           acall   mcl

```

```

ld15:      mov      a,measure

```

```

        anl    a,#0f0h
        swap  a
        mov   r4,a
        mov   leh,#0c2h
ld16:   acall  mc1
        mov   a,measure
        anl   a,#0fh
        mov   r4,a
        mov   leh,#0c3h
        acall mc1
        ret

```

```

ld12:   mov   a,#0c0h
        acall oper
        mov   a,#20h
        acall dtw
        jmp   ld14

```

```

ld13:   mov   a,#0c0h
        acall oper
        mov   a,#20h
        acall dtw
        mov   a,#0c1h
        acall oper
        mov   a,#20h
        acall dtw
        jmp   ld15

```

```

kms1:   ljmp   km1

```

```

;#####
;ENTER KEY SCAN SUBROUTINE
;#####
;#####
;TIMER COUNT (HOUR)
;#####

```

```

kmsen:  cjne   a,#07h,kms1
        acall delay3
        acall delay3
        mov   rul,#80h
        mov   no.c,#18
        acall lcd
        mov   dptr,#char13
        lcall lcdld
        lcall ktd

```

```

;#####
;TIMER COUNT DISPLAY SUBROUTINE
;#####

```

```

po:     mov   a,#0c2h
        acall oper
        mov   a,#3ah           ;send : to between time-counting
        acall dtw
        mov   a,#0c5h
        acall oper
        mov   a,#3ah
        acall dtw
        mov   a,#0c1h
        acall oper
        mov   a,#00001110b
        acall oper
        acall delay3

```

```

#####
;+ KEY SCAN SUBROUTINE
#####

kt02:      lcall   seg
           mov    dptr,#portc
           movx  a,@dptr
           anl   a,#0fh
           cjne  a,#0eh,kt03      ;check + key pressed?
           acall delay3
           mov   a,(timer+2)
           add   a,#01d
           da    a
           mov   (timer+2),a
ktd2:      acall  ktd
           mov   a,#0c1h
           acall oper
           mov   a,#00001110b
           acall oper
           acall delay3
           ajmp  kt02              ;check key

#####
;- KEY SCAN SUBROUTINE
#####

kt03:      cjne  a,#0dh,kt04      ;check - key pressed?
           acall delay3
           dec   (timer+2)
           mov   a,(timer+2)
           cjne  a,#0ffh,ktd1
           mov   (timer+2),#99h
           jmp   ktd2              ;display at LCD

#####
;CALCULATION SUBROUTINE
#####
ktd1:      anl   a,#0fh
           cjne  a,#0fh,ktd2
           mov   a,(timer+2)
           clr   c
           subb  a,#06d            ;chang to BCD
           mov   (timer+2),a
           jmp   ktd2              ;display at LCD

#####
;ENTER KEY SCAN SUBROUTINE
#####
           ;#####
           ;MINUTE
           ;#####

kt04:      cjne  a,#07h,kv
           acall delay3
           acall delay3
           acall ktd
           mov   a,#0c4h          ;bring curser back to last position
           acall oper
           mov   a,#00001110b
           acall oper
           acall delay3

#####
;+ KEY SCAN SUBROUTINE
#####

```

```

kt55:      lcall   seg
           mov    dptr,#portc
           movx  a,@dptr
           anl   a,#0fh
kt06:      cjne  a,#0eh,kt07      ;check + key pressed?
           acall  delay3
           mov   a,(timer+1)
           cjne  a,#59h,ktd31    ;compare (timer+1)
           mov   (timer+1),#00h
           jmp   ktd3

kt012:     ajmp   kt011

```

```

;#####
;MENU KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

```

```

kv:        cjne  a,#0bh,kt02
           acall  delay3
           ljmp  v1

```

```

;#####
;CALCULATION AND DISPLAY SUBROUTINE
;#####

```

```

ktd31:     add   a,#01d
           da    a
           mov  (timer+1),a
ktd3:      acall  ktd
           mov  a,#0c4h
           acall  oper
           mov  a,#00001110b
           acall  oper
           acall  delay3
           ajmp  kt55

```

```

;#####
;- KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

```

```

kt07:      cjne  a,#0dh,kt08
           acall  delay3
           dec   (timer+1)
           mov  a,(timer+1)
           cjne  a,#0ffh,ktd4
           mov  (timer+1),#59h
           jmp   ktd3

```

```

;#####
;ENTER KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

```

```

kv1:       cjne  a,#0bh,kt55
           acall  delay3
           ljmp  v1

```

```

;#####
;CHANGE HEXADECIMAL TO BCD SUBROUTINE
;#####

```

```

ktd4:      anl   a,#0fh
           cjne  a,#0fh,ktd3
           mov  a,(timer+1)
           clr  c
           subb a,#06d
           mov  (timer+1),a

```

```

                jmp     ktd3

;#####
;ENTER KEY SCAN SUBROUTINE
;#####
                ;#####
                ;SECOND
                ;#####

kt08:          cjne    a,#07h,kv1
                acall  delay3
                acall  delay3
                acall  ktd
                mov    a,#0c7h           ;bring curser back to last position
                acall  oper
                mov    a,#00001110b
                acall  oper
                acall  delay3

;#####
;+ KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

kt001:         lcall   seg
                mov    dptr,#portc
                movx   a,@dptr
                anl    a,#0fh

kt10:          cjne   a,#0eh,kt11       ;check + key pressed?
                acall  delay3
                mov    a,timer
                cjne   a,#59h,ktd32     ;compare timer
                mov    timer,#00h
                jmp    ktd110

;#####
;CALCULATION AND DISPLAY SUBROUTINE
;#####

ktd32:         add    a,#01d
                da     a
                mov    timer,a

ktd110:        acall  ktd
                mov    a,#0c7h
                acall  oper
                mov    a,#00001110b
                acall  oper
                acall  delay3
                ajmp   kt001

;#####
;- KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

kt11:          cjne   a,#0dh,kt112     ;check - key pressed?
                acall  delay3
                dec    timer
                mov    a,timer
                cjne   a,#0ffh,ktd12   ;compare timer
                mov    timer,#59h
                jmp    ktd110

;#####
;CHANGE HEXADECIMAL TO BCD SUBROUTINE
;#####

```

```

ktd12:    anl     a,#0fh
          cjne   a,#0fh,ktd110
          mov    a,timer
          clr    c
          subb   a,#06d           ;change to BCD
          mov    timer,a
          jmp    ktd110

;#####
;ENTER KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

kt112:    cjne   a,#07h,kv2       ;check ENTER key pressed?
          acall  delay3
          acall  delay3
          acall  ktd
          mov    a,#0c1h
          acall  oper
          mov    a,#00001110b
          acall  oper
          acall  delay3

kt011:    ljmp   kt02

;#####
;MENU KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

kv2:      cjne   a,#0bh,kt001     ;check MENU key pressed?
          acall  delay3
          ljmp   v1

          ;#####
          ;VOLUME
          ;#####

v1:       acall  lcd
          mov    rul,#80h
          mov    no.c,#07
          mov    dptr,#char14
          lcall  lcdld
          mov    a,#87h
          acall  oper
          mov    a,vol
          add    a,#30h
          acall  dtw

;#####
;+ KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

v13:     lcall  seg
          mov    dptr,#portc
          movx   a,@dptr
          anl    a,#0fh
          cjne   a,#0eh,v11       ;check + key pressed?
          acall  delay3
          acall  delay3
          mov    a,vol
          cjne   a,#07d,v12       ;check ENTER key pressed?
          mov    vol,#00h
          jmp    v14

;#####
;CALCULATION AND DISPLAY SUBROUTINE
;#####

```

```

v12:      mov     a,vol
          add     a,#01d
          da      a
          mov     vol,a
v14:      mov     a,#87h
          acall   oper
          mov     a,vol
          add     a,#30h
          acall   dtw
          acall   cv
          acall   sndnorm
          jmp     v13

;#####
;- KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

v11:      cjne    a,#0dh,tm      ;check - key pressed?
          acall   delay3
          acall   delay3
          mov     a,vol
          cjne    a,#00h,v16
          mov     vol,#07d
          jmp     v14

v16:      dec     vol
          mov     a,vol
          jmp     v14

;#####
;ENTER KEY SCAN
;#####
          ;#####
          ;TEMPO
          ;#####

tm:       cjne    a,#07h,v13     ;check ENTER key pressed?
          acall   delay3
          acall   delay3
          acall   lcd
          mov     rul,#80h
          mov     no.c,#06
          mov     dptr,#char15
          lcall   lcdld
          acall   tm11
          acall   tm3
          acall   seg
          jmp     tm1

;#####
;SOUND LEVEL SUBROUTINE
;#####

sndnorm:  mov     dptr,#porta     ;speaker
          mov     sndr1,#20h
          mov     sndr0,#03h
          acall   loops
          ret

loops:    mov     r0,volume
          mov     a,r0
          clr     c
          subb   a,#20h          ;20h
          mov     sndr2,a
loops1:   mov     r6,sndr0
          mov     a,r0

```

```

echo:      mov     r7,sndr1
echo1:    movx   @dptr,a
          djnz  r7,echo1
          djnz  r6,echo
          mov   r6,sndr0
          mov   a,#00h
rest:     mov   r7,sndr1
rest1:    movx   @dptr,a
          djnz  r7,rest1
          djnz  r6,rest
          dec   r0
          mov   a,r0
          cjne  a,sndr2,loops1
          ret

;#####
;COMPARE SOUND LEVEL SUBROUTINE
;#####
cv:        mov     a,vol
          cjne   a,#00h,cv0      ;compare for send value
          mov   volume,#20h
          ret

cv0:       cjne   a,#01h,cv1      ;compare for send value
          mov   volume,#22h
          ret

cv1:       cjne   a,#02h,cv2      ;compare for send value
          mov   volume,#25h
          ret

cv2:       cjne   a,#03h,cv3      ;compare for send value
          mov   volume,#38h
          ret

cv3:       cjne   a,#04h,cv4      ;compare for send value
          mov   volume,#4ah
          ret

cv4:       cjne   a,#05h,cv5      ;compare for send value
          mov   volume,#60h
          ret

cv5:       cjne   a,#06h,cv6      ;compare for send value
          mov   volume,#0a0h
          ret

cv6:       cjne   a,#07h,cv       ;compare for send value
          mov   volume,#0ffh
          ret

;#####
;ENTER KEY SCAN SUBROUTINE
;#####
tm1:       lcall  seg
          mov   dptr,#portc
          movx  a,@dptr
          anl  a,#0fh
          cjne  a,#0eh,tm2      ;check + key pressed?
          acall delay5
          acall tm21
          mov   r3,#05h
long:      acall  seg           ;send to 7-seg
          djnz  r3,long
          acall tm3
          acall seg

```

```

                jmp     tm1

;#####
;CALCULATION SUBROUTINE
;#####
tm21:          inc     tem
tm11:          mov     pl,tem
                mov     a,tem
                mov     b,#100           ;divided by 100 to
                div     ab               ;determine num of hundreds
                mov     (temdec+1),a
                mov     a,#10           ;divided remain by ten to
                xch     a,b             ;determine number of tens
                div     ab             ;ten's digit in ACC
                ;remainder is one's digit

                swap    a
                add     a,b             ;pack BCD digits in ACC
                mov     temdec,a
                ret

;#####
;- KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

tm2:           cjne    a,#0dh,tm8       ;check - key pressed?
                acall   delay5
                dec     tem
                acall   tm11
                mov     r3,#05h
long2:         acall   seg
                djnz   r3,long2
                acall   tm3
                acall   seg
                jmp     tm1

;#####
;ENTER KEY SCAN SUBROUTINE
;#####

tm8:           cjne    a,#07h,tm1
                acall   delay5
                lcall   putdata
                acall   seg
                ljmp    home

;#####
;+ KEY SCAN SUBROUTINE FOR INCREASE OR DECREASE VOLUME WHEN WORKING
;#####

chv1:         cjne    a,#07h,sleep
                acall   delay5
                lcall   dmn
                ljmp    home

sleep:        cjne    a,#0dh,home1
                acall   delay5
                lcall   putdata
                setb   p3.0
                sjmp   $

home1:        ljmp    home2

;#####
;DISPLAY TEMPO AT LCD SUBROUTINE
;#####

```

```

tm3:      mov     a,(temdec+1)
          anl     a,#0fh
          cjne   a,#00h,tm4
          mov     a,#86h
          acall  oper
          mov     a,#20h
          acall  dtw
          mov     a,temdec
          anl     a,#0f0h
          cjne   a,#00h,tm5
          mov     a,#87h
          acall  oper
          mov     a,#20h
          acall  dtw
          acall  tm61
          ret

```

```

tm4:      mov     r4,a
          mov     leh,#86h
          acall  mcl

```

```

tm5:      mov     a,temdec
          anl     a,#0f0h
          swap   a
          mov     r4,a
          mov     leh,#87h
          acall  mcl

```

```

tm61:     mov     a,temdec
          anl     a,#0fh
          mov     r4,a
          mov     leh,#88h
          acall  mcl
          ret

```

```

;#####
;DISPLAY TEMPO AT 7-SEG SUBROUTINE
;#####

```

```

seg:      mov     a,(temdec+1)
          anl     a,#0fh
          cjne   a,#00h,cdg
          mov     a,#0ffh
          mov     dptr,#portb
          movx   @dptr,a
          mov     r1,#00h
          mov     a,#80h
          mov     dptr,#portc

```

```

cff:      movx   @dptr,a
          djnz   r1,cff
          mov     a,temdec
          anl     a,#0f0h
          cjne   a,#00h,cdg1
          mov     a,#0ffh
          mov     dptr,#portb
          movx   @dptr,a
          mov     r1,#00h
          mov     a,#40h
          mov     dptr,#portc

```

```

css:      movx   @dptr,a
          djnz   r1,css
          acall  cdg2
          ret

```

```

cdg:      mov     dptr,#table
          movc   a,@a+dptr
          cpl   a
          mov     dptr,#portb

```

```

        movx   @dptr,a
        mov    r1,#00h
        mov    a,#80h
        mov    dptr,#portc
cf:     movx   @dptr,a
        djnz  r1,cf
cdg1:   mov    a,temdec
        anl   a,#0f0h
        swap  a
        mov    dptr,#table
        movc  a,@a+dptr
        cpl   a
        mov    dptr,#portb
        movx  @dptr,a
        mov    r1,#00h
        mov    a,#40h
        mov    dptr,#portc
cs:     movx   @dptr,a
        djnz  r1,cs
cdg2:   mov    a,temdec
        anl   a,#0fh
        mov    dptr,#table
        movc  a,@a+dptr
        cpl   a
        mov    dptr,#portb
        movx  @dptr,a
        mov    r1,#00h
        mov    a,#20h
        mov    dptr,#portc
ch:     movx   @dptr,a
        djnz  r1,ch
        ret

```

```

;#####
;DISPLAY TIMER COUNT SUBROUTINE
;#####

```

```

ktd:   mov    a,(timer+2)
        anl   a,#0f0h
        swap  a
        mov    r4,a
        mov    leh,#0c0h
        acall mcl
        mov    a,(timer+2)
        anl   a,#0fh
        mov    r4,a
        mov    leh,#0c1h
        acall mcl
        mov    a,(timer+1)
        anl   a,#0f0h
        swap  a
        mov    r4,a
        mov    leh,#0c3h
        acall mcl
        mov    a,(timer+1)
        anl   a,#0fh
        mov    r4,a
        mov    leh,#0c4h
        acall mcl
        mov    a,timer
        anl   a,#0f0h
        swap  a
        mov    r4,a
        mov    leh,#0c6h
        acall mcl
        mov    a,timer

```

```

        anl     a,#0fh
        mov     r4,a
        mov     leh,#0c7h
        acall  mc1
        ret

;#####
;COMPARE AND DISPLAY METER SUBROUTINE
;#####

q:      cjne   a,#80h,e
eight:  mov     rul,#89h
        mov     no.c,#09
        mov     dptr,#char3
        lcall  lcdld
        ret

e:      cjne   a,#40h,t
triplets: mov    rul,#89h
        mov     no.c,#09
        mov     dptr,#char4
        lcall  lcdld
        ret

t:      cjne   a,#20h,s
sixteenth: mov  rul,#89h
        mov     no.c,#09
        mov     dptr,#char5
        lcall  lcdld
        ret

s:      cjne   a,#10h,k1
quarter: mov    rul,#89h
        mov     no.c,#09
        mov     dptr,#char2
        lcall  lcdld
        ret

k1:     jmp     op

l1:     mov     rul,#80h
        mov     no.c,#09
        mov     dptr,#char1
        lcall  lcdld

l2:     mov     a,meter
        lcall  q
        ret

;#####
;DELAY SUBROUTINE
;#####

delay:  mov     r5,#0ffh
        mov     r6,#80h
        mov     r7,#04h

delay1: djnz   r5,delay1
        djnz   r6,delay1
        djnz   r7,delay1
        ret

delay2: mov     r5,#00h
        mov     r6,#00h
        mov     r7,#02h

dl2:   djnz   r5,dl2
        djnz   r6,dl2
        djnz   r7,dl2

```

```

ret

delay3:    mov     r6,#0ffh
           mov     r7,#092h
dlay:      djnz   r6,dlay
           djnz   r7,dlay
           ret

delay4:    mov     r7,#0ffh
dlay1:     djnz   r7,dlay1
           ret

delay5:    mov     r6,#00h
           mov     r7,#0e6h
dl1:       djnz   r6,dl1
           djnz   r7,dl1
           ret

;#####
;LCD CONTROL SUBROUTINE
;#####

lcd:        mov     a,#00111000b    ;function set
           acall   oper
           mov     a,#00000110b    ;Entry INC
           acall   oper
           mov     a,#00001100b    ;Display ON
           acall   oper
           acall   delay3
           mov     a,#01h          ;Clear Screen
           acall   oper
           acall   delay3          ;clear speed
           ret

;#####
;LCD DISPLAY SUBROUTINE
;#####

lcdld:     mov     a,rul            ;send data to 1st lcd's line
           lcall  lcdlds
           lcall  delay3           ;value was in buffer(lcd)
           ret

;#####
;WRITE INSTRUCTION SUBROUTINE
;#####

oper:      push    dph
           push    dpl
           mov     dptr,#instw    ;send order
           movx   @dptr,a
           acall  delay4
           pop     dpl
           pop     dph
           ret

;#####
;WRITE DATA SUBROUTINE
;#####

dtw:       push    dph
           push    dpl
           mov     dptr,#dataw    ;send data
           movx   @dptr,a
           acall  delay4
           pop     dpl

```

```

                pop    dph
                ret

;#####
;LCD DISPLAY SUBROUTINE
;#####

lcdlds:        push    dph
                push    dpl
                lcall   oper
                pop     dpl
                pop     dph
                mov     r2,no.c      ;send number character to lcd
lcdlds1:       clr     a
                movc   a,@a+dptr
                push    dph
                push    dpl
                lcall   dtw
                pop     dpl
                pop     dph
                inc     dptr
                djnz   r2,lcdlds1
                ret

;#####
;COMPARE TIMESIGNATURE SUBROUTINE
;#####

ts22:         cjne    a,#02h,ts24   ;compare key and bring character to lcd
t22:         mov     dptr,#char7
                acall  t221
                mov     rhythm,#04h
                ret

ts24:         cjne    a,#04h,ts34   ;compare key and bring character to lcd
t24:         mov     dptr,#char8
                acall  t221
                mov     rhythm,#02h
                ret

ts34:         cjne    a,#08h,ts44   ;compare key and bring character to lcd
t34:         mov     dptr,#char9
                acall  t221
                mov     rhythm,#03h
                ret

ts44:         cjne    a,#10h,ts68   ;compare key and bring character to lcd
t44:         mov     dptr,#char10
                acall  t221
                mov     rhythm,#04h
                ret

ts68:         cjne    a,#20h,ts22   ;compare key and bring character to lcd
t68:         mov     dptr,#char11
                acall  t221
                mov     rhythm,#03h
                ret

t221:        mov     rui,#0c0h      ;send 2/2
                mov     no.c,#03
                acall  lcdld
                ret

;#####
;MEASURE COUNT DISPLAY AT LCD SUBROUTINE
;#####

```

```

mc6:      mov     (measure+1),#00h
mc0:      mov     measure,#00h
          mov     a,r4
          mov     leh,#0c3h
          acall  mci
          ret

mcl:      mov     a,leh           ;send figure to lcd
          acall  oper
          mov     a,r4
          add    a,#30h
          acall  dtw
          ret

;*****
;               Main Function to approach the Beat
;*****

dmn:      lcall  lcd           ;Through to eye of god
          lcall  inittimer
          lcall  h1txt
          lcall  h2txt
          mov     mcount,#00h
          mov     (mcount+1),#00h
          mov     tcount,#00h
          mov     (tcount+1),#00h
          mov     (tcount+2),#00h
          mov     runup,#00h     ;Beat
          lcall  showmt
          lcall  showtime
          lcall  showmc
          lcall  tempodiv
          lcall  showts
          lcall  tsset
          lcall  tempomul
          mov     a,tem
          cjne   a,#00h,sett0    ;no beat
          sjmp  sett1
sett0:    setb   tcon.4          ;Timer 0 run
sett1:    setb   tcon.6          ;Timer 1 run
loop:     lcall  seg
          mov     dptr,#portc
          movx   a,@dptr
          anl   a,#0fh
          clr   c
          subb  a,#0eh
          jz    stop
          jb   mcend,stop
          jb   tcend,stop
          sjmp  loop

stop:     clr   tcon.4          ;Beat End
          clr   mcend
          clr   tcon.6          ;Timer End
          clr   tcend
          ret

inittimer: mov    ie,#10001010b   ;Enable T0 & T1
          mov    tmod,#01100101b ;T0 mode 0 & T1 mode 2
          mov    t10,divl        ;T0 divide tempo
          mov    th0,divh
          mov    t1l,#0c3h       ;T1 Start value
          mov    th1,#0c3h       ; Reload value
          ret

```

```

;*****
; Get & Put data from pRAM
;*****

getdata:    mov     dptr,#0030h
            mov     r0,#30h
            mov     r7,#49d
getlp:      movx    a,@dptr
            mov     @r0,a
            inc     r0
            inc     dptr
            djnz   r7,getlp
            ret

putdata:    mov     dptr,#0000h
            mov     r0,#00h
            mov     r7,#80h
putlp:      mov     a,@r0
            movx    @dptr,a
            inc     r0
            inc     dptr
            djnz   r7,putlp
            ret

;*****
; Print Head text
;*****

h1txt:      mov     a,#80h
            lcall   oper
            mov     dptr,#t1txt
            mov     r1,#20d
hlp1:       clr     a
            movc   a,@a+dptr
            lcall   dtw
            inc     dptr
            djnz   r1,hlp1
            ret

h2txt:      mov     a,#0c0h
            lcall   oper
            mov     dptr,#tm2txt
            mov     r1,#20d
hlp2:       clr     a
            movc   a,@a+dptr
            lcall   dtw
            inc     dptr
            djnz   r1,hlp2
            ret

;*****
; the Show must go on
;*****
;time
showtime:   mov     a,#0c3h           ;Line 2 Col 4
            lcall   oper
            mov     r1,#03h
            mov     r0,#(tcount+2)
sh1p:       mov     a,@r0
            anl    a,#0f0h
            swap   a
            add    a,#30h
            lcall   dtw
            mov     a,@r0
            anl    a,#0fh
            add    a,#30h

```

```

        lcall   dtw
        mov    a,r1
        clr   c
        subb  a,#01h
        jz    shtbk
        mov   a,#3ah          ;":"
        lcall dtw
        dec   r0
        djnz  r1,shtlp
shtbk:  ret

;measure count
showmc: mov    a,#0d0h          ;Line 2 Col 4
        lcall  oper
        mov   r0,#(mcount+1)
        mov   r1,#02h
shmlp:  mov   a,@r0
        anl  a,#0f0h
        swap a
        add  a,#30h
        lcall dtw
        mov  a,@r0
        anl  a,#0fh
        add  a,#30h
        lcall dtw
        dec  r0
        djnz r1,shmlp
        ret

;meter
showmt: mov    a,#82h          ;Line 1 Col 3
        lcall  oper
        mov   a,meter
squart: cjne   a,#10h,seight   ;Quarter Note
        mov   dptr,#char2
        sjmp  shmtcont
seight: cjne   a,#80h,stript   ;Eighth Note
        mov   dptr,#char3
        sjmp  shmtcont
stript: cjne   a,#40h,ssixtn   ;Triplets
        mov   dptr,#char4
        sjmp  shmtcont
ssixtn: mov    dptr,#char5     ;Sixteenth Note
shmtcont: mov  r1,#09h
shmtlp:  clr   a
        movc  a,@a+dptr
        lcall dtw
        inc  dptr
        djnz r1,shmtlp
        ret

;time signature
showts: mov    a,#91h
        lcall  oper
        mov   a,timesign
sts22:  cjne   a,#02h,sts24     ;2/2
        mov   dptr,#char7
        sjmp  stscont
sts24:  cjne   a,#04h,sts34     ;2/4
        mov   dptr,#char8
        sjmp  stscont
sts34:  cjne   a,#08h,sts44     ;3/4
        mov   dptr,#char9
        sjmp  stscont
sts44:  cjne   a,#10h,sts68     ;4/4
        mov   dptr,#char10

```

```

        sjmp    stscont
sts68:  mov     dptr,#char11    ;6/8
stscont: mov     r1,#03h
stslp:  clr     a
        movc   a,@a+dptr
        lcall  dtw
        inc   dptr
        djnz  r1,stslp
        ret

;*****
; Arrange value to suit
;*****
;timer 0 divider
tempodiv: mov    a, meter
quart:   cjne  a,#10h,eighth
        mov   divl,#02fh    ;Quarter Note
        mov   divh,#0fdh
        sjmp  tdcont
eighth:  cjne  a,#80h,tript
        mov   divl,#097h    ;Eighth Note
        mov   divh,#0feh
        sjmp  tdcont
tript:   cjne  a,#40h,sixtn
        mov   divl,#00fh    ;Triplets
        mov   divh,#0ffh
        sjmp  tdcont
sixtn:   mov   divl,#04bh    ;Sixteenth Note
        mov   divh,#0ffh
tdcont:  ret

;time signature relate
tsset:   mov    a,timesign
tts22:   cjne  a,#02h,tts24  ;2/2
        mov   rhythm,#04h
        sjmp  tscont
tts24:   cjne  a,#04h,tts34  ;2/4
        mov   rhythm,#02h
        sjmp  tscont
tts34:   cjne  a,#08h,tts44  ;3/4
        mov   rhythm,#03h
        sjmp  tscont
tts44:   cjne  a,#10h,tts68  ;4/4
        mov   rhythm,#04h
        sjmp  tscont
tts68:   mov   rhythm,#03h    ;6/8
tscont:  ret

;upper value to beat
tempomul: mov    a, meter
mquart:  cjne  a,#10h,meight  ;Quarter Note
        mov   b,#01h
        sjmp  tpmcont
meight:  cjne  a,#80h,mtript  ;Eighth Note
        mov   b,#02h
        sjmp  tpmcont
mtript:  cjne  a,#40h,msixtn  ;Triplets
        mov   b,#03h
        sjmp  tpmcont
msixtn:  mov   b,#04h    ;Sixteenth
tpmcont: mov    a,rhythm
        mul   ab
        mov   rhythm,a
        ret

```

```

;count coming pulse
beat:      mov     a,runup
           cjne   a,rhythm,bcont
           lcall  incmc
           mov    runup,#00h
           lcall  sndhi
           sjmp   bcont2
bcont:     lcall  sndnorm
bcont2:    ret

;*****
; Service is come first
;*****
;beat service
t0serv:    clr     tcon.4
           mov    t10,divl      ;T0 divide tempo
           mov    th0,divh
           inc    runup
           lcall  beat
           lcall  showmc
           lcall  chkm
           lcall  seg
           setb   tcon.4
           reti

;time service
t1serv:    lcall  inctime
           lcall  showtime
           lcall  chkt
           lcall  seg
           reti

;*****
; Progressive routine
;*****
;time progress
inctime:   mov     a,tcount      ;inc sec
           add    a,#01d
           da     a
           mov    tcount,a
           cjne   a,#60h,tcont   ;sec = 60 ?
           mov    tcount,#00h
           mov    a,(tcount+1)  ;inc min
           add    a,#01d
           da     a
           mov    (tcount+1),a
           cjne   a,#60h,tcont   ;min = 60 ?
           mov    (tcount+1),#00h
           mov    a,(tcount+2)  ;inc hr
           add    a,#01d
           da     a
           mov    (tcount+2),a
tcont:     ret

;measure progress
incmc:     clr     c
           mov    a,mcount
           add    a,#01d
           da     a
           mov    mcount,a
           mov    a,(mcount+1)
           addc   a,#00h
           da     a
           mov    (mcount+1),a
           ret

```

```

;*****
; To hear the rhythm
;*****

;play hi for i
sndhi:    mov     dptr,#porta
          mov     sndr1,#40h
          mov     sndr0,#01h
          lcall  loops
          ret

;*****
; Sure ?
;*****
;time check
chkt:     mov     a,tcount
          cjne   a,timer,ctcont
          mov     a,(tcount+1)
          cjne   a,(timer+1),ctcont
          mov     a,(tcount+2)
          cjne   a,(timer+2),ctcont
          setb   tcend

ctcont:   ret

;measure check
chkm:     mov     a,mcount
          cjne   a,#00h,chk
          mov     a,(mcount+1)
          cjne   a,#00h,chk
          sjmp   ckcont

chk:      mov     a,mcount
          cjne   a,measure,ckcont
          mov     a,(mcount+1)
          cjne   a,(measure+1),ckcont
          setb   mcend

ckcont:   ret

;*****
; Character to play role
;*****

tm1txt:   db      "M:          TS:  "
tm2txt:   db      "TC:          MC:  "
char1:    db      "Meter(M): "
char2:    db      "Quarter  "
char3:    db      "Eighth   "
char4:    db      "Triplets "
char5:    db      "Sixteenth"
char6:    db      "Time Signature(TS): "
char7:    db      "2/2"
char8:    db      "2/4"
char9:    db      "3/4"
char10:   db      "4/4"
char11:   db      "6/8"
char12:   db      "Measure Count(MC): "
char13:   db      "Time Count(TC):  "
char14:   db      "Volume: "
char15:   db      "Tempo: "
table:    db      3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h
          db      7fh,6fh,77h,7ch,39h,5eh,79h,71h

end

```

ภาคผนวก ค  
การใช้งาน LCD Module

การต่อ LCD MODULE เข้ากับระบบไมโคร

การต่อแบบ MEMORY MAP

1. สามารถต่อเข้ากับ CHIP เบอร์ต่างๆ ไปได้ เช่น 8051 หรือ Z80 โดยทำให้ระบบไมโครมองเห็น LCD MODULE ในลักษณะของ MEMORY ได้ทันที
2. ผู้ใช้สามารถเขียนและอ่านข้อมูลจาก LCD MODULE ได้ ทำให้มองเสมือนเป็น MEMORY BUFFER ไปในตัว
3. เนื่องจากสามารถอ่านข้อมูลกลับได้ จึงทำให้สามารถตรวจสอบ FLAG ความพร้อมในขณะที่ LCD MODULE กำลังทำงานได้
4. ใช้ได้กับบอร์ดที่มี LCD BUS มาให้พร้อมเท่านั้น
5. ทำให้กินพื้นที่ของหน่วยความจำไปส่วนหนึ่ง และต้องมีการ DECODE ละเอียดพอสมควร
6. การจัดขาสัญญาณจะต้องเป็นไปแบบ CHIP แต่ละเบอร์

ขาสัญญาณต่างๆในการต่อใช้งาน LCD MODULE

PIN	SYMBOL	LEVEL	FUNCTION
1	Vss	---	0V GND
2	Vcc	---	+5V POWER SUPPLY
3	Vee	---	+V FOR LIQUID CRYSTAL DRIVE
4	RS	H/L	REGISTER SELECT H:DATA INPUT L:INSTRUCTION INPUT
5	R/W	H/L	H:DATA READ L:DATA WRITE
6	E	H	ENABLE SIGNAL (L → H)
7	DB0	H/L	DATA BUS BIT 0
8	DB1	H/L	DATA BUS BIT 1
9	DB2	H/L	DATA BUS BIT 2
10	DB3	H/L	DATA BUS BIT 3
11	DB4	H/L	DATA BUS BIT 4
12	DB5	H/L	DATA BUS BIT 5
13	DB6	H/L	DATA BUS BIT 6
14	DB7	H/L	DATA BUS BIT 7

รายละเอียดการใช้งาน LCD MODULE

ตารางคำสั่งของ DMC202

INSTRUCTION	RS	R / W	DATA BIT								EXE TIME (ns)	
			7	6	5	4	3	2	1	0		
CLEAR DISPLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1640
CURSOR AT HOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*	1640
ENTRY MODE SET	0	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	40
DISPLAY ON/ OFF	0	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B	40
DISPLAY SHIFT	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	*	*	*	40
FUNCTION SET	0	0	0	0	1	DL	N	F	*	*	*	40
SET CGRAM ADDRESS	0	0	0	1	CGRAM ADDRESS						40	
SET DDRAM ADDRESS	0	0	1	DDRAM ADDRESS						40		
BUSY ADD.READ	0	1	BF	ADDRESS						0		
CGRAM DDRAM WR	1	0	WRITE DATA						40			
CGRAM DDRAM RD	1	1	READ DATA						40			

รายละเอียดของแต่ละคำสั่ง

### 1. CLEAR DISPLAY

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

สำหรับการ CLEAR DISPLAY โดยจะทำการเขียนตัวอักษร SPACE ลงใน DDRAM ทั้งหมด และ

กำหนดค่า DDRAM ADDRESS ให้เป็น 0 พร้อมทั้ง CURSOR จะกลับไปตำแหน่งซ้ายบนสุดของจอภาพ

### 2. CURSOR AT HOME

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	*

สำหรับการกำหนดค่า DDRAM ADDRESS ให้เป็น 0 พร้อมทั้ง CURSOR จะไปอยู่ที่ตำแหน่งซ้ายบนสุดของจอภาพ โดยที่ข้อมูลใน DDRAM ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

### 3. ENTRY MODE SET

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S

I/D = 0 กำหนดทิศทางของ CURSOR และ DDRAM ให้เป็น DECREMENT

I/D = 1 กำหนดทิศทางของ CURSOR และ DDRAM ให้เป็น INCREMENT

S = 0 เมื่อเขียนข้อมูลแล้ว ตัว CURSOR จะถูกเลื่อนไปทิศทางตามค่า I/D

S = 1 เมื่อเขียนข้อมูลแล้ว ตัว CURSOR จะอยู่กับที่ และตัวอักษรจะถูกดันไปทิศทางตามค่า I/D

การกำหนดค่า I/D และ S นี้ ให้กำหนดก่อนการเขียนข้อมูลใน DDRAM และเมื่อกำหนดแล้ว จะต้องไม่ใช่คำสั่ง CLEAR DISPLAY อีก

#### 4.DISPLAY ON/OFF

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	0	0	1	D	C	B

D = 0 กำหนดให้ OFF DISPLAY

D = 1 กำหนดให้ ON DISPLAY

C = 0 กำหนดให้ OFF CURSOR

C = 1 กำหนดให้ ON CURSOR โดย CURSOR จะเป็นเส้นขีดใต้ตัวอักษร

B = 0 กำหนดให้ไม่มีการกระพริบที่ตำแหน่ง CURSOR

B = 1 กำหนดให้มีการกระพริบที่ตำแหน่ง CURSOR (กระพริบเป็นรูปสี่เหลี่ยม)

#### 5.DISPLAY SHIFT

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	*	*

S/C = 0 กำหนดให้เลื่อน CURSOR R/L

S/C = 1 กำหนดให้เลื่อนข้อความบนแผงแสดงตามทิศทาง R/L ไป 1 COLUMN

(เลื่อนทุกบรรทัด)

R/L = 0 กำหนดให้ทิศทางไปทางซ้าย

R/L = 1 กำหนดให้ทิศทางไปทางขวา

#### 6.FUNCTION SET

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	1	DL	N	F	*	*

DL = 0 กำหนดให้การติดต่อกับ LCD MODULE เป็นแบบ 4 BIT

DL = 1 กำหนดให้การติดต่อกับ LCD MODULE เป็นแบบ 8 BIT

จะสังเกตว่า การกำหนดค่า DL นี้ สามารถกระทำได้ที่ DB4-DB7 ซึ่งถ้ามีการกำหนดเป็นแบบ 4 BIT ตั้งแต่ครั้งแรก หลังจากจ่ายไฟเลี้ยง ก็จะทำให้ LCD MODULE มีการรับข้อมูลแบบ 4 BIT ทันที

N = 0 กำหนดจำนวนบรรทัดแบบ 1/8 DUTY และ 1/11 DUTY

N = 1 กำหนดจำนวนบรรทัดแบบ 1/16 DUTY

F = 0 กำหนดให้ตัวอักษรเป็นแบบ 5×7 DOTS

F = 1 กำหนดให้ตัวอักษรเป็นแบบ 5×10 DOTS (กรณีที่ LCD MODULE เป็นแบบ 5×7 อยู่แล้ว ก็จะไม่ผลอะไร)

### 7.SET CGRAM ADDRESS

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	1	CGRAM ADDRESS					

เมื่อได้ทำการกำหนด ADDRESS ของ CGRAM เมื่อได้ทำการกำหนดไว้แล้ว การอ่านและเขียน DATA ที่ต่อจากนี้ จะเป็นไปตาม ADDRESS ที่กำหนดทันที

### 8.SET DDRAM ADDRESS

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	1	DDRAM ADDRESS						

สำหรับการกำหนด ADDRESS ของ DDRAM เมื่อได้ทำการกำหนดไว้แล้ว การอ่านและเขียน DATA ที่ต่อจากนี้ จะเป็นไปตาม ADDRESS ที่กำหนดทันที ซึ่งแสดงดังภาพต่อไปนี้  
รุ่น DMC202

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0E	0F	10	11	12	13
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4E	4F	50	51	52	53

### 9.BUSY FLAG AND ADDRESS READ

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	1	BF	ADDRESS						

สำหรับการอ่านค่า BF (BUSY FLAG) ซึ่งบอกถึงความพร้อมของ LCD MODULE ในการรับข้อมูล ถ้า BF = 0 หมายถึงว่าพร้อมที่จะรับข้อมูลต่อไปได้ แต่ถ้า BF = 1 หมายถึงว่ายังไม่พร้อม นอกจากนี้ยังเป็นการกำหนดค่า ADDRESS ของ CGRAM หรือ DDRAM ด้วย

การอ่านและเขียนข้อมูลกับ DDRAM/CGRAM

#### 1. WRITE DATA TO DDRAM OR CGRAM

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	0	DATA							

สำหรับการเขียนข้อมูลลงหน่วยความจำ DDRAM หรือ CGRAM โดยเมื่อทำการเขียนแล้ว ADDRESS จะถูกเพิ่มหรือลงโดยอัตโนมัติตามที่กำหนดจากค่า I/D ในคำสั่ง ENTRY MODE SET และการเขียนจะเป็น DDRAM หรือ CGRAM ก็ขึ้นอยู่กับว่า ก่อนหน้าคำสั่งนี้ มีการกำหนด ADDRESS ที่ใด

## 2.READ DATA FROM DDRAM OR CGRAM

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	DATA							

สำหรับการอ่านข้อมูลลงหน่วยความจำ DDRAM หรือ CGRAM โดยเมื่อทำการเขียนแล้ว ADDRESS จะถูกเพิ่มหรือลดโดยอัตโนมัติ ตามที่กำหนดจากค่า I/D ในคำสั่ง ENTRY MODE SET และการอ่านจะเป็น DDRAM หรือ CGRAM ก็ขึ้นอยู่กับว่า ก่อนหน้าคำสั่งนี้ มีการกำหนด ADDRESS ที่ใด

**ภาคผนวก ง**  
**Data Sheet**

# DATA SHEET

# 80C51-L / 80C31-L

## CMOS SINGLE-CHIP 8 BIT 3V-MICROCONTROLLER

- 80C51-L - CMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER with factory mask-programmable ROM
- 80C31-L - CMOS SINGLE-CHIP 8-BIT CONTROL-ORIENTED CPU with RAM and I/O
- 80C51-L/C31-L: 0 TO 6 MHz, VCC = 2.7V TO 6V

### FEATURES

- POWER CONTROL MODES
- 128 x 8 BIT RAM
- 32 PROGRAMMABLE I/O LINES
- TWO 16-BIT TIMER/COUNTERS
- 64K PROGRAM MEMORY SPACE
- FULLY STATIC DESIGN
- HIGH PERFORMANCE SAJI VI CMOS PROCESS
- BOOLEAN PROCESSOR
- 5 INTERRUPT SOURCES
- PROGRAMMABLE SERIAL PORT
- 64K DATA MEMORY SPACE
- TEMPERATURE RANGE: 0 TO 70°C

### DESCRIPTION

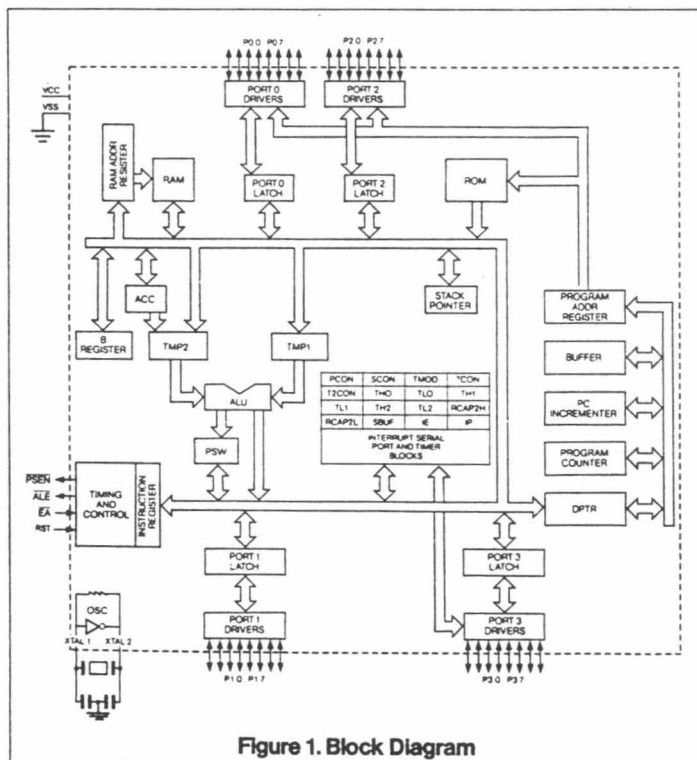


Figure 1. Block Diagram

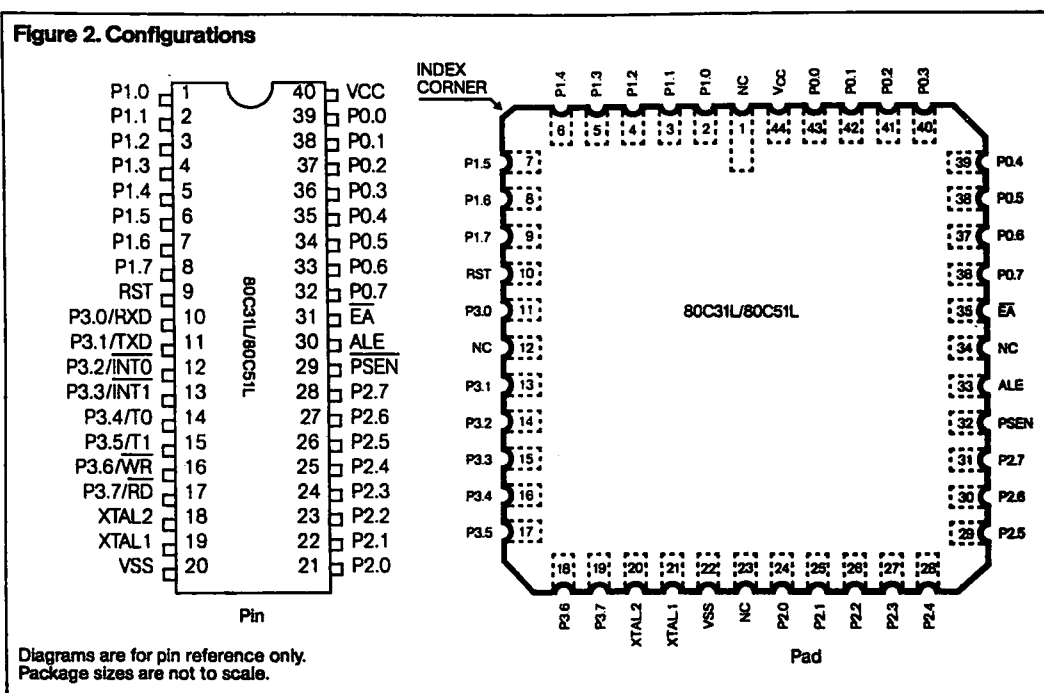
MHS's 80C51 and 80C31 are high performance CMOS versions of the 8051/8031 NMOS single chip 8 bit  $\mu$ C and is manufactured using a self-aligned silicon gate CMOS process (SAJI VI).

The fully static design of the MHS 80C51/80C31 allows to reduce system power consumption by bringing the clock frequency down to any value, even DC, without loss of data.

The 80C51 retains all the features of the 8051: 4K bytes of ROM; 128 bytes of RAM; 32 I/O lines; two 16 bit timers; a 5-source 2-level interrupt structure; a full duplex serial port; and on-chip oscillator and clock circuits.

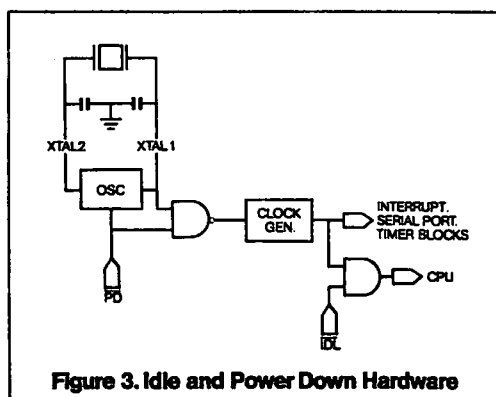
In addition, the 80C51 has two software-selectable modes of reduced activity for further reduction in power consumption. In the Idle Mode the CPU is frozen while the RAM, the timers, the serial port, and the interrupt system continue to function. In the Power Down Mode the RAM is saved and all other functions are inoperative.

The 80C31 is identical to the 80C51 except that it has no on-chip ROM.



**IDLE AND POWER DOWN OPERATION**

Figure 3 shows the internal Idle and Power Down clock configuration. As illustrated, Power Down operation stops the oscillator. Idle mode operation allows the interrupt, serial port, and timer blocks to continue to function while the clock to the CPU is gated off. These special modes are activated by software via the Special Function Register, its hardware address is 87H. PCON is not bit addressable.



PCON: Power Control Register (MSB) (LSB)

SMOD	-	-	-	GF1	GF0	PD	IDL
------	---	---	---	-----	-----	----	-----

**Symbol Position Name and Function**

SMOD	PCON.7	Double Baud rate bit. When set to a 1, the baud rate is doubled when the serial port is being used in either modes 1, 2 or 3.
-	PCON.6	(Reserved)
-	PCON.5	(Reserved)
-	PCON.4	(Reserved)
GF1	PCON.3	General-purpose flag bit.
GF0	PCON.2	General-purpose flag bit.
PD	PCON.1	Power Down bit. Setting this bit activates power down operation.
IDL	PCON.0	Idle mode bit. Setting this bit activates idle mode operation.

If 1's are written to PD and IDL at the same time, PD takes precedence. The reset value of PCON is (0XXX0000).



## 80C51 PIN DESCRIPTIONS

**V<sub>SS</sub>**

Circuit ground potential

**V<sub>CC</sub>**

Supply voltage during normal, Idle, and Power Down operation.

**Port 0**

Port 0 is an 8-bit open drain bi-directional I/O port. Port 0 pins that have 1's written to them float, and in that state can be used as high-impedance inputs.

Port 0 is also the multiplexed low-order address and data bus during accesses to external Program and Data Memory. In this application it uses strong internal pullups when emitting 1's. Port 0 also outputs the code bytes during program verification in the 80C51. External pullups are required during program verification. Port 0 can sink eight LS TTL inputs.

**Port 1**

Port 1 is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pullups. Port 1 pins that have 1's written to them are pulled high by the internal pullups, and in that state can be used as inputs. As inputs, Port 1 pins that are externally being pulled low will source current (I<sub>IL</sub>, on the data sheet) because of the internal pullups.

Port 1 also receives the low-order address bytes during program verification. In the 80C51, Port 1 can sink/source three LS TTL inputs. It can drive CMOS inputs without external pullups.

**Port 2**

Port 2 is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pullups. Port 2 pins that have 1's written to them are pulled high by the internal pullups, and in that state can be used as inputs. As inputs, Port 2 pins that are externally being pulled low will source current (I<sub>IL</sub>, on the data sheet) because of the internal pullups. Port 2 emits the high-order address byte during fetches from external Program Memory and during accesses to external Data Memory that use 16-bit addresses (MOVX @ DPTR). In this application, it uses strong internal pullups when emitting 1's. During accesses to external Data Memory that uses 8-bit addresses (MOVX @ Ri), Port 2 emits the contents of the P2 Special Function Register.

It also receives the high-order address bits and control signals during program verification in the 80C51. Port 2 can sink/source three LS TTL inputs. It can drive CMOS inputs without external pullups.

**Port 3**

Port 3 is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pullups. Port 3 pins that have 1's written to them are pulled high by the internal pullups, and in that state can be used as inputs. As inputs, Port 3 pins that are externally being pulled low will source current (I<sub>IL</sub>, on the data sheet) because of the pullups. It also serves the functions of various special features of the MCS-51 Family, as listed below.

Port Pin	Alternate Function
P3.0	RXD (serial input port)
P3.1	TXD (serial output port)
P3.2	INT0 (external interrupt 0)
P3.3	INT1 (external interrupt 1)
P3.4	T0 (Timer 0 external input)
P3.5	T1 (Timer 1 external input)
P3.6	WR (external Data Memory write strobe)
P3.7	RD (external Data Memory read strobe)

Port 3 can sink/source three LS TTL inputs. It can drive CMOS inputs without external pullups.

**RST**

A high level on this for two machine cycles while the oscillator is running resets the device. An internal pull-down resistor permits Power-On reset using only a capacitor connected to V<sub>CC</sub>.

**ALE**

Address Latch Enable output for latching the low byte of the address during accesses to external memory. ALE is activated as though for this purpose at a constant rate of 1/6 the oscillator frequency except during an external data memory access at which time one ALE pulse is skipped. ALE can sink/source 8 LS TTL inputs. It can drive CMOS inputs without an external pullup.

**PSEN**

Program Store Enable output is the read strobe to external Program Memory. PSEN is activated twice each machine cycle during fetches from external Program Memory. (However, when executing out of external Program Memory, two activations of PSEN are skipped during each access to external Data Memory). PSEN is not activated during fetches from internal Program Memory. PSEN can sink/source 8 LS TTL inputs. It can drive CMOS inputs without an external pullup.

**EA**

When EA is held high, the CPU executes out of internal Program Memory (unless the Program Counter exceeds 0FFFH). When EA is held low, the CPU executes only out of external Program Memory. EA must not be floated.

**XTAL1**

Input to the inverting amplifier that forms the oscillator. Receives the external oscillator signal when an external oscillator is used.

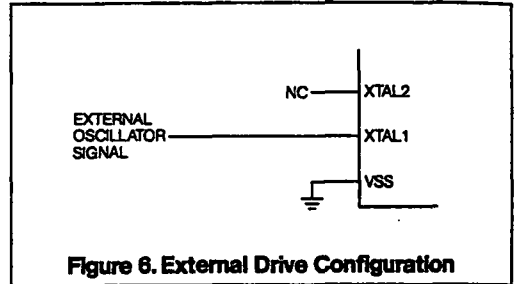
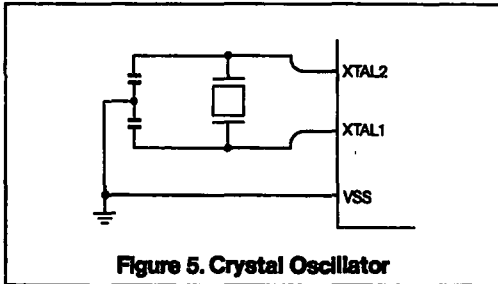
**XTAL2**

Output of the inverting amplifier that forms the oscillator, and input to the internal clock generator. This pin should be floated when an external oscillator is used.

**OSCILLATOR CHARACTERISTICS**

XTAL1 and XTAL2 are the input and output respectively, of an inverting amplifier which is configured for use as an on-chip oscillator, as shown in figure 5. Either a quartz crystal or ceramic resonator may be used. To drive the device from an external clock source, XTAL1 should be driven while XTAL2 is left

unconnected as shown in figure 6. There are no requirements on the duty cycle of the external clock signal, since the input to the internal clocking circuitry is through a divide-by-two flip-flop, but minimum and maximum high and low times specified on the Data Sheet must be observed.



**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS\***

Ambient Temperature Under Bias:	
Commercial .....	0°C to 70°C
Industrial .....	- 40°C to 85°C
Storage Temperature .....	- 65°C to + 150°C
Voltage on VCC to VSS .....	- 0.5V to +7V
Voltage on Any Pin to VSS.....	- 0.5V to VCC + 0.5V
Power Dissipation .....	1W*

\*This value is based on the maximum allowable die temperature and the thermal resistance of the package.

**\*NOTICE:**

Stresses at or above those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions may affect device reliability.

**DC CHARACTERISTICS**

TA = - 40°C to 85°C; VCC = 2.7V to 6V; VSS = 0V; F = 0 to 6 MHz

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit	Test Conditions
VIL	Input Low Voltage	- 0.5	0.2 VCC - 0.1	V	
VIH	Input High Voltage (Except XTALs and RST)	0.2 VCC + 0.9	VCC + 0.5	V	
VIH1	Input High Voltage to RST for Reset	0.7 VCC	VCC + 0.5	V	
VIH2	Input High Voltage To XTAL 1	0.7 VCC	VCC + 0.5	V	
VPD	Power Down Voltage To VCC in PD Mode	2.0	6.0	V	
VOL	Output Low Voltage (Ports 1, 2, 3)		0.45	V	IOL = 1.6mA (note 1)
VOL1	Output Low Voltage Port 0, ALE, PSEN		0.45	V	IOL = 3.2mA (note 1)
VOH	Output High Voltage Ports 1, 2, 3	0.9 VCC		V	IOH = - 10µA
		2.4		V	IOH = - 60µA VCC = 5V ± 10%
VOH1	Output High Voltage (Port 0 in External in External Bus Mode), ALE, PSEN	0.9 VCC		V	IOH = - 40µA
		2.4		V	IOH = - 400µA VCC = 5V ± 10%
IIL	Logical 0 Input Current Ports 1,2,3		- 50	µA	Vin = 0.45V
ILI	Input Leakage Current		± 10	µA	0.45 < Vin < VCC
ITL	Logical 1 to 0 Transition Current (Ports 1, 2, 3)		- 500	µA	Vin = 2.0V
ICCPD	Power Supply Current (Power Down Mode)	50	10	µA	VCC = 2.0V to 5.5V (note 2)
RRST	RST Pulldown Resistor	50	150	kΩ	
CIO	Capacitance of I/O Buffer		10	pF	fc = 1MHz, TA = 25°C

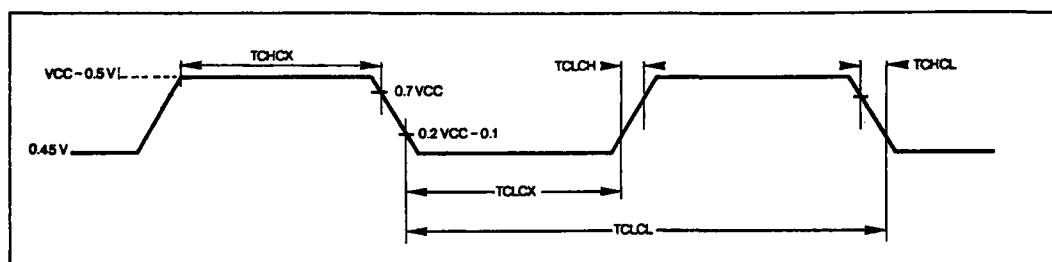
**Note 1:**

Capacitive loading on Ports 0 and 2 may cause spurious noise pulses to be superimposed on the VOLS of ALE and Ports 1 and 3. The noise is due to external bus capacitance discharging into the Port 0 and Port 2 pins when these pins make 1-to-0

transitions during bus operations. In the worst cases (capacitive loading 100 pF), the noise pulse on the ALE line may exceed 0.45V with maxi VOL peak 0.6V. A Schmitt Trigger use is not necessary.

## EXTERNAL CLOCK DRIVE CHARACTERISTICS (XTAL 1)

Symbol	Parameter	Variable Clock freq=0 to 6 MHz		Unit
		Min	Max	
TCLCL	Oscillator Period	166		ns
TCHCX	High Time	20		ns
TCLCX	Low Time	20		ns
TCLCH	Rise Time		20	ns
TCHCL	Fall Time		20	ns



## AC CHARACTERISTICS

( $T_A = -40^\circ\text{C}$  to  $85^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 2.7\text{V}$  to  $6\text{V}$ ,  $V_{SS} = 0\text{V}$ )  
 (Load Capacitance for Port 0, ALE, and PSEN = 100pf; Load Capacitance for All Other Outputs = 80pf).

## EXTERNAL PROGRAM MEMORY CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Min	Max	Units
TLHLL	ALE Pulse Width	$2T_{CLCL} - 40$		ns
TAVLL	Address Valid to ALE	$T_{CLCL} - 55$		ns
TLLAX	Address Hold After ALE	$T_{CLCL} - 35$		ns
TLLIV	ALE to Valid Instr In		$4T_{CLCL} - 170$	ns
TLLPL	ALE to PSEN	$T_{CLCL} - 25$		ns
TPLPH	PSEN Pulse Width	$3T_{CLCL} - 35$		ns
TPLIV	PSEN to Valid Instr In		$3T_{CLCL} - 220$	ns
TPXIX	Input Instr Hold After PSEN	0		ns
TPXIZ	Input Instr Float After PSEN		$T_{CLCL} - 20$	ns
TPXAV	PSEN to Address Valid	$T_{CLCL} - 8$		ns
TAVIV	Address to Valid Instr In		$5T_{CLCL} - 220$	ns
TPLAZ	PSEN Low to Address Float		0	ns

See next page for External Data Memory Characteristics.

## EXTERNAL DATA MEMORY CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Min	Max	Units
TRLRH	RD Pulse Width	6TCLCL - 100		ns
TWLWH	WR Pulse Width	6TCLCL - 100		ns
TLLAX	Data Address Hold After ALE	TCLCL - 35		ns
TRLDV	RD to Valid Data In		5TCLCL - 165	ns
TRHDX	Data Hold After RD	0		ns
TRHDZ	Data Float After RD		2TCLCL - 70	ns
TLLDV	ALE to Valid Data In		8TCLCL - 150	ns
TAVDV	Address to Valid Data In		9TCLCL - 165	ns
TLLWL	ALE to WR or RD	3TCLCL - 50	3TCLCL + 50	ns
TAVWL	Address to WR or RD	4TCLCL - 130		ns
TQVWX	Data Valid to WR Transition	TCLCL - 60		ns
TQVWH	Data Setup to WR High	7TCLCL - 150		ns
TWHQX	Data Hold After WR	TCLCL - 50		ns
TRLAZ	RD Low to Address Float		0	ns
TWHLH	RD or WR High to ALE High	TCLCL - 40	TCLCL + 40	ns

## MAXIMUM ICC (mA)

Freq. VCC	Operating (Note 3)			Idle (Note 4)		
	2.7V	5V	6V	2.7V	5V	6V
1 MHz	0.8 mA	1.5 mA	1.8 mA	400 $\mu$ A	800 $\mu$ A	1 mA
6 MHz	4 mA	8 mA	10 mA	1.2 mA	3.5 mA	3.8 mA

**Note 2:**

Power Down ICC is measured with all output pins disconnected; EA=Port 0=VCC; XTAL2 N.C.; RST=VSS

**Note 3:**

ICC is measured with all output pins disconnected; XTAL1 driven with TCLCH, TCHCL = 5 ns, VIL = VSS + 0.5V; VIH = VCC - 0.5V; XTAL2 N.C.; EA=RST=Port 0=VCC. ICC would be slightly higher if a crystal oscillator used.

**Note 4:**

Idle ICC is measured with all output pins disconnected; XTAL1 driven TCLCH, TCHCL = 5 ns, VIL = VSS + 0.5V; VIH = VCC - 0.5V; XTAL2 N.C.; Port 0 = VCC; EA=RST=VSS.

## EXPLANATION OF THE AC SYMBOLS

Each timing symbol has 5 characters. The first character is always a 'T' (stands for time). The other characters, depending on their positions, stand for the name of a signal or the logical status of that signal. The following is a list all the characters and what they stand for.

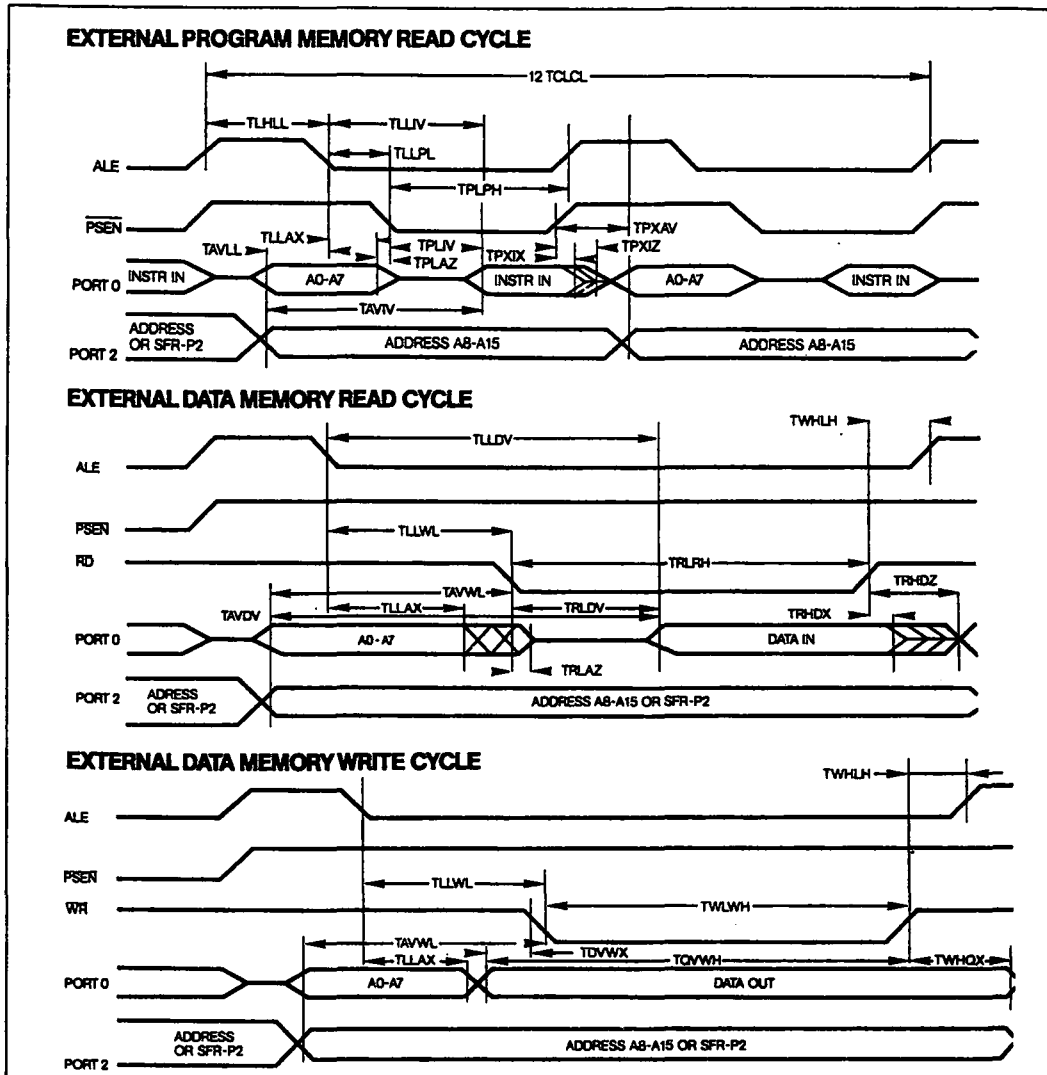
## EXAMPLE:

TAVLL = Time for Address Valid to ALE low.  
TLLPL = Time for ALE low to PSEN low.

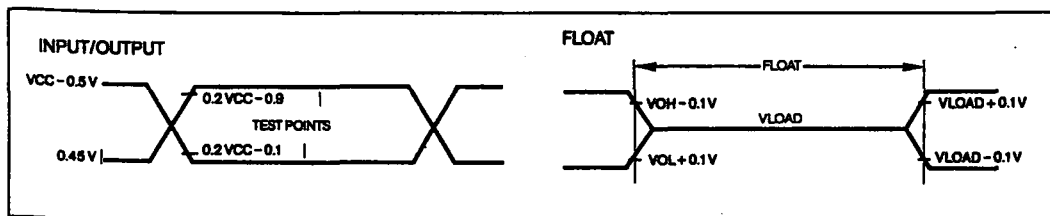
A: Address.  
C: Clock.  
D: Input data.  
H: Logic level HIGH.  
I: Instruction (program memory contents).  
L: Logic level LOW, or ALE.  
P: PSEN

Q: Output data.  
R: READ signal.  
T: Time.  
V: Valid.  
W: WRITE signal  
X: No longer a valid logic level.  
Z: Float.

**AC TIMING DIAGRAMS**



**AC TESTING INPUT/OUTPUT, FLOAT WAVEFORMS**

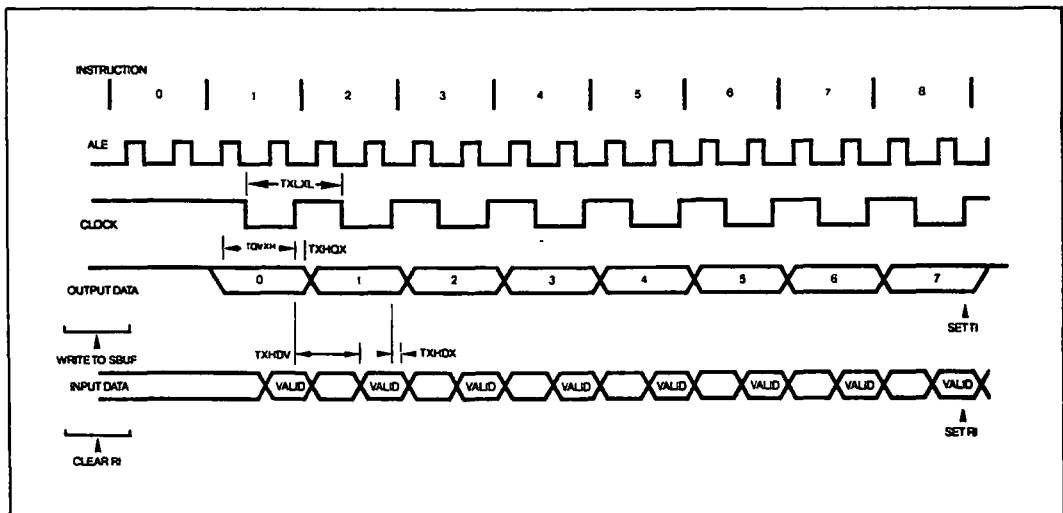


AC inputs during testing are driven at  $V_{CC} - 0.5$  for a logic "1" and  $0.45V$  for a logic "0". Timing measurements are made at  $V_{IH\ min}$  for a logic "1" and  $V_{IL\ max}$  for a logic "0". For timing purposes a port pin is no longer floating when a 100 mV change from load voltage occurs and begins to float when a 100 mV change from the loaded  $V_{OH}/V_{OL}$  level occurs.  $I_{OI}/I_{OH} \geq \pm 20\ Ma$ .

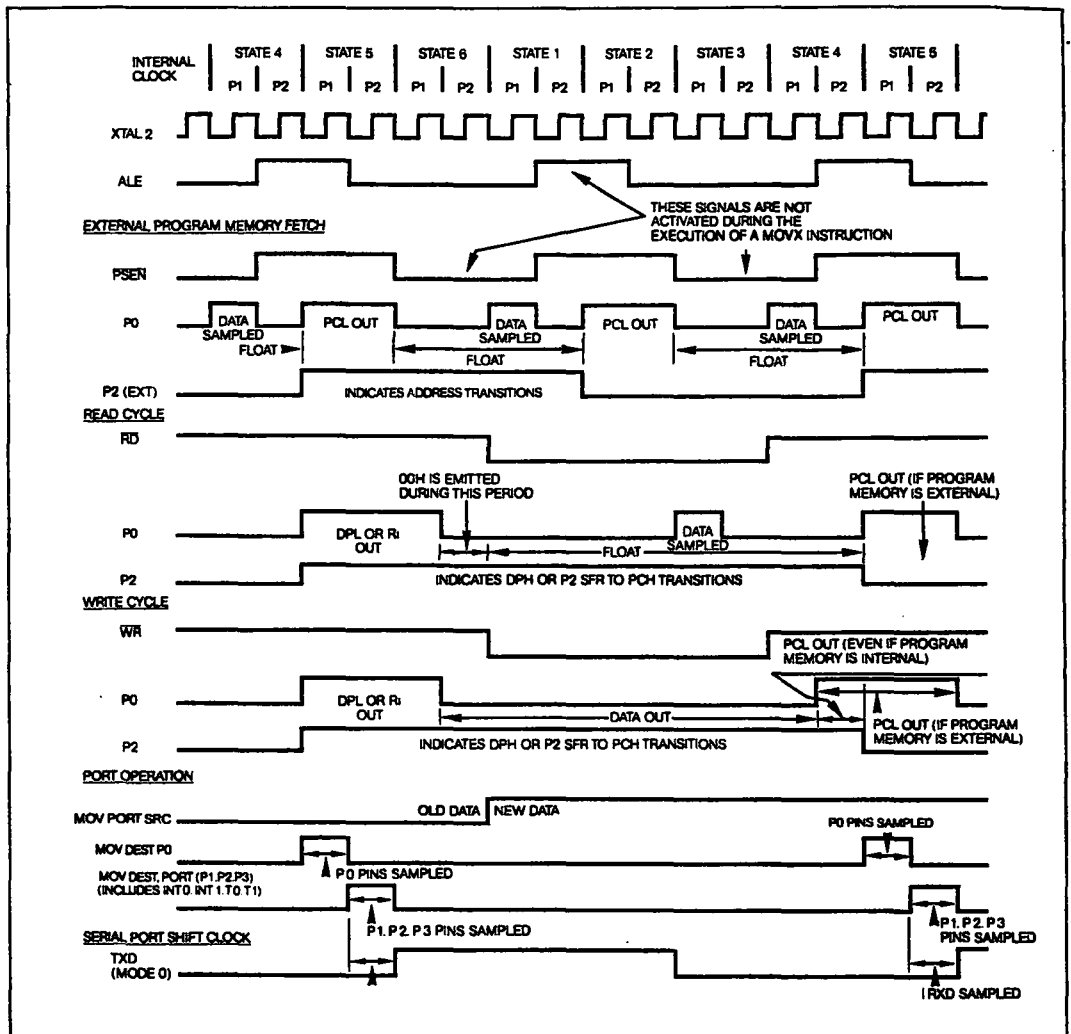
**SERIAL PORT TIMING - SHIFT REGISTER MODE****A.C. CHARACTERISTICS:**

(TA = 0°C to 70°C; VSS = 0V; VCC = 2.7V to 6V; Load Capacitance = 80 pF)

Symbol	Parameter	Min	Max	Units
TXLXL	Serial Port Clock Cycle Time	12TCLCL		μS
TQVXH	Output Data Setup to Clock Rising Edge	10TCLCL-133		ns
TXHOX	Output Data Hold After Clock Rising Edge	2TCLCL-117		ns
TXHDX	Input Data Hold After Clock Rising Edge	0		ns
TXHDV	Clock Rising Edge to Input Data Valid		10TCLCL-133	ns

**SHIFT REGISTER TIMING WAVEFORMS**

**CLOCK WAVEFORMS**



This diagram indicates when signals are clocked internally. The time it takes the signals to propagate to the pins, however, ranges from 25 to 125 ns. This propagation delay is dependent on variables such as temperature and pin loading. Propagation also varies from output to output and component. Typically though ( $T_A = 25^\circ\text{C}$  fully loaded) RD and WR propagation delays are approximately 50 ns. The other signals are typically 85 ns. Propagation delays are incorporated in the AC specifications.

Table 1. MCS<sup>®</sup>-51 Instruction Set Description

<b>ARITHMETIC OPERATIONS</b>				
<b>Mnemonic</b>		<b>Description</b>	<b>Byte</b>	<b>Cyc</b>
ADD	A,Rn	Add register to Accumulator	1	1
ADD	A,direct	Add direct byte to Accumulator	2	1
ADD	A,@Ri	Add indirect RAM to Accumulator	1	1
ADD	A,#data	Add immediate data to Accumulator	2	1
ADDC	A,Rn	Add register to Accumulator with Carry	1	1
ADDC	A,direct	Add direct byte to A with Carry flag	2	1
ADDC	A,@Ri	Add indirect RAM to A with Carry flag	1	1
ADDC	A,#data	Add immediate data to A with Carry flag	2	1
SUBB	A,Rn	Subtract register from A with Borrow	1	1
SUBB	A,direct	Subtract direct byte from A with Borrow	2	1
SUBB	A,@Ri	Subtract indirect RAM from A with Borrow	1	1
SUBB	A,#data	Subtract immed. data from A with Borrow	2	1
INC	A	Increment Accumulator	1	1
INC	Rn	increment register	1	1
INC	direct	Increment direct byte	2	1
INC	@Ri	Increment indirect RAM	1	1
INC	DPTR	Increment Data Pointer	1	2
DEC	A	Decrement Accumulator	1	1
DEC	Rn	Decrement register	1	1
DEC	direct	Decrement direct byte	2	1
DEC	@Ri	Decrement indirect RAM	1	1
MUL	AB	Multiply A & B	1	4
DIV	AB	Divide A by B	1	4
DA	A	Decimal Adjust Accumulator	1	1
<b>LOGICAL OPERATIONS</b>				
<b>Mnemonic</b>		<b>Destination</b>	<b>Byte</b>	<b>Cyc</b>
ANL	A,Rn	AND register to Accumulator	1	1
ANL	A,direct	AND direct byte to Accumulator	2	1
ANL	A,@Ri	AND indirect RAM to Accumulator	1	1
ANL	A,#data	AND immediate data to Accumulator	2	1
ANL	direct,A	AND Accumulator to direct byte	2	1
ANL	direct,#data	AND immediate data to direct byte	3	2
ORL	A,Rn	OR register to Accumulator	1	1
ORL	A,direct	OR direct byte to Accumulator	2	1
ORL	A,@Ri	OR indirect RAM to Accumulator	1	1
ORL	A,#data	OR immediate data to Accumulator	2	1
ORL	direct,A	OR Accumulator to direct byte	2	1
ORL	direct,#data	OR immediate data to direct byte	3	2
XRL	A,Rn	Exclusive-OR register to Accumulator	1	1
XRL	A,direct	Exclusive-OR direct byte to Accumulator	2	1
XRL	A,@Ri	Exclusive-OR indirect RAM to A	1	1
XRL	A,#data	Exclusive-OR immediate data to A	2	1
XRL	direct,A	Exclusive-OR Accumulator to direct byte	2	1
XRL	direct,#data	Exclusive-OR immediate data to direct	3	2
CLR	A	Clear Accumulator	1	1
CPL	A	Complement Accumulator	1	1
RL	A	Rotate Accumulator Left	1	1
RLC	A	Rotate A Left through the Carry flag	1	1
RR	A	Rotate Accumulator Right	1	1
RRC	A	Rotate A Right through Carry flag	1	1
SWAP	A	Swap nibbles within the Accumulator	1	1

Table 1. (Cont.)

<b>DATA TRANSFER</b>				
<b>Mnemonic</b>		<b>Description</b>	<b>Byte</b>	<b>Cyc</b>
MOV	A,Rn	Move register to Accumulator	1	1
MOV	A,direct	Move direct byte to Accumulator	2	1
MOV	A,@Ri	Move indirect RAM to Accumulator	1	1
MOV	A,#data	Move immediate data to Accumulator	2	1
MOV	Rn,A	Move Accumulator to register	1	1
MOV	Rn,direct	Move direct byte to register	2	2
MOV	Rn,#data	Move immediate data to register	2	1
MOV	direct,A	Move Accumulator to direct byte	2	1
MOV	direct,Rn	Move register to direct byte	2	2
MOV	direct,direct	Move direct byte to direct	3	2
MOV	direct,@Ri	Move indirect RAM to direct byte	2	2
MOV	direct,#data	Move immediate data to direct byte	3	2
MOV	@Ri,A	Move Accumulator to indirect RAM	1	1
MOV	@Ri,direct	Move direct byte to indirect RAM	2	2
MOV	@Ri,#data	Move immediate data to indirect RAM	2	1
MOV	DPTR,#data 16	Load Data Pointer with a 16-bit constant	3	2
MOVC	A,@A+DPTR	Move Code byte relative to DPTR to A	1	2
MOVC	A,@A+PC	Move Code byte relative to PC to A	1	2
MOVX	A,@Ri	Move External RAM (8-bit addr) to A	1	2
MOVX	A,@DPTR	Move External RAM (16-bit addr) to A	1	2
MOVX	@Ri,A	Move A to External RAM (8-bit addr)	1	2
MOVX	@DPTR,A	Move A to External RAM (16-bit addr)	1	2
PUSH	direct	Push direct byte onto stack	2	2
POP	direct	Pop direct byte form stack	2	2
XCH	A,Rn	Exchange register with Accumulator	1	1
XCH	A,direct	Exchange direct byte with Accumulator	2	1
XCH	A,@Ri	Exchange indirect RAM with A	1	1
XCHD	A,@Ri	Exchange low-order nibble ind RAM with A	1	1
<b>BOOLEAN VARIABLE MANIPULATION</b>				
<b>Mnemonic</b>		<b>Description</b>	<b>Byte</b>	<b>Cyc</b>
CLR	C	Clear Carry flag	1	1
CLR	bit	Clear direct bit	2	1
SETB	C	Set Carry flag	1	1
SETB	bit	Set direct Bit	2	1
CPL	C	Complement Carry flag	1	1
CPL	bit	Complement direct bit	2	1
ANL	C,bit	AND direct bit to Carry flag	2	2
ANL	C,1 bit	AND complement of direct bit to Carry	2	2
ORL	C/bit	OR direct bit to Carry flag	2	2
ORL	C,1 bit	OR complement of direct bit to Carry	2	2
MOV	C/bit	Move direct bit to Carry flag	2	1
MOV	bit,C	Move Carry flag to direct bit	2	2
<b>PROGRAM AND MACHINE CONTROL</b>				
<b>Mnemonic</b>		<b>Description</b>	<b>Byte</b>	<b>Cyc</b>
ACALL	addr 11	Absolute Subroutine Call	2	2
LCALL	addr 16	Long Subroutine Call	3	2
RET		Return from subroutine	1	2
RETI		Return from interrupt	1	2
AJMP	addr 11	Absolute Jump	2	2
LJMP	addr 16	Long Jump	3	2
SJMP	rel	Short Jump (relative addr)	2	2
JMP	@A+DPTR	Jump indirect relative to the DPTR	1	2
JZ	rel	Jump if Accumulator is Zero	2	2
JNZ	rel	Jump if Accumulator is Not Zero	2	2
JC	rel	Jump if Carry flag is set	2	2
JNC	rel	Jump if No Carry flag	2	2

Table 1. (Cont.)

<b>PROGRAM AND MACHINE CONTROL (cont.)</b>				
<b>Mnemonic</b>		<b>Description</b>	<b>Byte</b>	<b>Cyc</b>
JB	bit,rel	Jump if direct Bit set	3	2
JNB	bit,rel	Jump if direct Bit Not set	3	2
JBC	bit,rel	Jump if direct Bit is set & Clear bit	3	2
CJNE	A,direct,rel	Compare direct to A & Jump if Not Equal	3	2
CJNE	A,#data,rel	Comp. immed. to A & Jump if Not Equal	3	2
CJNE	Rn,#data,rel	Comp. immed. to reg & Jump if Not Equal	3	2
CJNE	@Ri,#data,rel	Comp. immed. to ind. & Jump if Not Equal	3	2
DJNZ	Rn,rel	Decrement register & Jump if Not Zero	2	2
DJNZ	direct,rel	Decrement direct & Jump if Not Zero	3	2
NOP		No operation	1	1

**Notes on data addressing modes:**

Rn	- Working register R0-R7
direct	- 128 internal RAM locations, any I/O port, control or status register
@Ri	- Indirect internal RAM location addressed by register R0 or R1
#data	- 8-bit constant included in instruction
#data 16	- 16-bit constant included as bytes 2 & 3 of instruction
bit	- 128 software flags, any I/O pin, control or status bit

**Notes on program addressing modes:**

addr 16	- Destination address for LCALL & LJMP may be anywhere within the 64-k program memory address space
Addr 11	- Destination address for ACALL & AJMP will be within the same 2-k page of program memory as the first byte of the following instruction
rel	- SJMP and all conditional jumps include an 8-bit offset byte. Range is +127 -128 bytes relative to first byte of the following instruction.

All mnemonics copyrighted © Intel Corporation 1979

Table 2. Instruction Opcodes in Hexadecimal Order

Hex Code	Number of Bytes	Mnemonic	Operands
00	1	NOP	
01	2	AJMP	code addr
02	3	LJMP	code addr
03	1	RR	A
04	1	INC	A
05	2	INC	data addr
06	1	INC	@R0
07	1	INC	@R1
08	1	INC	R0
09	1	INC	R1
0A	1	INC	R2
0B	1	INC	R3
0C	1	INC	R4
0D	1	INC	R5
0E	1	INC	R6
0F	1	INC	R7
10	3	JBC	bit addr,code addr
11	2	ACALL	code addr
12	3	LCALL	code addr
13	1	RRC	A
14	1	DEC	A
15	2	DEC	data addr
16	1	DEC	@R0
17	1	DEC	@R1
18	1	DEC	R0
19	1	DEC	R1
1A	1	DEC	R2
1B	1	DEC	R3
1C	1	DEC	R4
1D	1	DEC	R5
1E	1	DEC	R6
1F	1	DEC	R7
20	3	JB	bit addr,code addr
21	2	AJMP	code addr
22	1	RET	
23	1	RL	A
24	2	ADD	A,data
25	2	ADD	A,data addr
26	1	ADD	A,@R0
27	1	ADD	A,@R1
28	1	ADD	A,R0
29	1	ADD	A,R1
2A	1	ADD	A,R2
2B	1	ADD	A,R3
2C	1	ADD	A,R4
2D	1	ADD	A,R5
2E	1	ADD	A,R6
2F	1	ADD	A,R7
30	3	JNB	bit addr,code addr
31	2	ACALL	code addr
32	1	RETI	
33	1	RLC	A
34	2	ADDC	A,#data
35	2	ADDC	A,data addr
36	1	ADDC	A,@R0
37	1	ADDC	A,@R1
38	1	ADDC	A,R0
39	1	ADDC	A,R1
3A	1	ADDC	A,R2
3B	1	ADDC	A,R3
3C	1	ADDC	A,R4
3D	1	ADDC	A,R5
3E	1	ADDC	A,R6
3F	1	ADDC	A,R7
40	2	JC	code addr
41	2	AJMP	code addr
42	2	ORL	data addr,A
43	3	ORL	data addr,#data
44	2	ORL	A,#data
45	2	ORL	A,data addr
46	1	ORL	A,@R0
47	1	ORL	A,@R1
48	1	ORL	A,R0
49	1	ORL	A,R1
4A	1	ORL	A,R2
4B	1	ORL	A,R3
4C	1	ORL	A,R4
4D	1	ORL	A,R5
4E	1	ORL	A,R6
4F	1	ORL	A,R7
50	2	JNC	code addr
51	2	ACALL	code addr
52	2	ANL	data addr,A
53	3	ANL	data addr,#data
54	2	ANL	A,#data
55	2	ANL	A,data addr
56	1	ANL	A,@R0
57	1	ANL	A,@R1
58	1	ANL	A,R0
59	1	ANL	A,R1
5A	1	ANL	A,R2
5B	1	ANL	A,R3
5C	1	ANL	A,R4
5D	1	ANL	A,R5
5E	1	ANL	A,R6
5F	1	ANL	A,R7
60	2	JZ	code addr
61	2	AJMP	code addr
62	2	XRL	data addr A
63	3	XRL	data addr,#data
64	2	XRL	A,#data
65	2	XRL	A,data addr

Table 2. (Cont.)

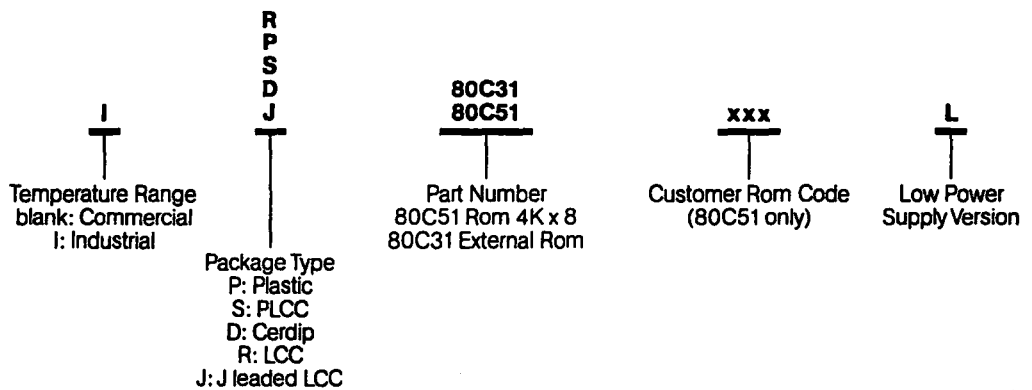
Hex Code	Number of Bytes	Mnemonic	Operands
66	1	XRL	A,@R0
67	1	XRL	A,@R1
68	1	XRL	A,R0
69	1	XRL	A,R1
6A	1	XRL	A,R2
6B	1	XRL	A,R3
6C	1	XRL	A,R4
6D	1	XRL	A,R5
6E	1	XRL	A,R6
6F	1	XRL	A,R7
70	2	JNZ	code addr
71	2	ACALL	code addr
72	2	ORL	C,bit addr
73	1	JMP	@A+DPTR
74	2	MOV	A,#data
75	3	MOV	data addr,#data
76	2	MOV	@R0,#data
77	2	MOV	@R1,#data
78	2	MOV	R0,#data
79	2	MOV	R1,#data
7A	2	MOV	R2,#data
7B	2	MOV	R3,#data
7C	2	MOV	R4,#data
7D	2	MOV	R5,#data
7E	2	MOV	R6,#data
7F	2	MOV	R7,#data
80	2	SJMP	code addr
81	2	AJMP	code addr
82	2	ANL	C,bit addr
83	1	MOVC	A,@A+PC
84	1	DIV	AB
85	3	MOV	data addr,data addr
86	2	MOV	data addr,@R0
87	2	MOV	data addr,@R1
88	2	MOV	data addr,R0
89	2	MOV	data addr,R1
8A	2	MOV	data addr,R2
8B	2	MOV	data addr,R3
8C	2	MOV	data addr,R4
8D	2	MOV	data addr,R5
8E	2	MOV	data addr,R6
8F	2	MOV	data addr,R7
90	3	MOV	DPTR,#data
91	2	ACALL	code addr
92	2	MOV	bit addr,C
93	1	MOVC	A,@A+DPTR
94	2	SUBB	A,#data
95	2	SUBB	A,data addr
96	1	SUBB	A,@R0
97	1	SUBB	A,@R1
98	1	SUBB	A,R0

Hex Code	Number of Bytes	Mnemonic	Operands
99	1	SUBB	A,R1
9A	1	SUBB	A,R2
9B	1	SUBB	A,R3
9C	1	SUBB	A,R4
9D	1	SUBB	A,R5
9E	1	SUBB	A,R6
9F	1	SUBB	A,R7
A0	2	ORL	C,bit addr
A1	2	AJMP	code addr
A2	2	MOV	C,bit addr
A3	1	INC	DPTR
A4	1	MUL	AB
A5		reserved	
A6	2	MOV	@R0,data addr
A7	2	MOV	@R1,data addr
A8	2	MOV	R0,data addr
A9	2	MOV	R1,data addr
AA	2	MOV	R2,data addr
AB	2	MOV	R3,data addr
AC	2	MOV	R4,data addr
AD	2	MOV	R5,data addr
AE	2	MOV	R6,data addr
AF	2	MOV	R7,data addr
B0	2	ANL	C,bit addr
B1	2	ACALL	code addr
B2	2	CPL	bit addr
B3	1	CPL	C
B4	3	CJNE	A,#data,code addr
B5	3	CJNE	A,data addr,code addr
B6	3	CJNE	@R0,#data,code addr
B7	3	CJNE	@R1,#data,code addr
B8	3	CJNE	R0,#data,code addr
B9	3	CJNE	R1,#data,code addr
BA	3	CJNE	R2,#data,code addr
BB	3	CJNE	R3,#data,code addr
BC	3	CJNE	R4,#data,code addr
BD	3	CJNE	R5,#data,code addr
BE	3	CJNE	R6,#data,code addr
BF	3	CJNE	R7,#data,code addr
C0	2	PUSH	data addr
C1	2	AJMP	code addr
C2	2	CLR	bit addr
C3	1	CLR	C
C4	1	SWAP	A
C5	2	XCH	A,data addr
C6	1	XCH	A,@R0
C7	1	XCH	A,@R1
C8	1	XCH	A,R0
C9	1	XCH	A,R1
CA	1	XCH	A,R2
CB	1	XCH	A,R3

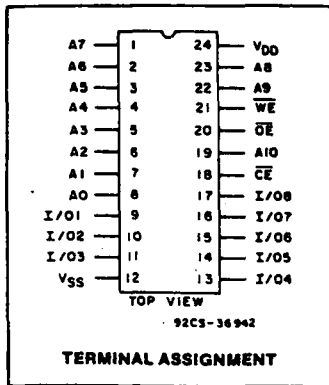
Table 2. (Cont.)

Hex Code	Number of Bytes	Mnemonic	Operands
CC	1	XCH	A,R4
CD	1	XCH	A,R5
CE	1	XCH	A,R6
CF	1	XCH	A,R7
D0	2	POP	data addr
D1	2	ACALL	code addr
D2	2	SETB	bit addr
D3	1	SETB	C
D4	1	DA	A
D5	3	DJNZ	data addr,code addr
D6	1	XCHD	A,@R0
D7	1	XCHD	A,@R1
D8	2	DJNZ	R0,code addr
D9	2	DJNZ	R1,code addr
DA	2	DJNZ	R2,code addr
DB	2	DJNZ	R3,code addr
DC	2	DJNZ	R4,code addr
DD	2	DJNZ	R5,code addr
DE	2	DJNZ	R6,code addr
DF	2	DJNZ	R7,code addr
E0	1	MOVX	A,@DPTR
E1	2	AJMP	code addr
E2	1	MOVX	A,@R0
E3	1	MOVX	A,@R1
E4	1	CLR	A
E5	2	MOV	A,data addr

Hex Code	Number of Bytes	Mnemonic	Operands
E6	1	MOV	A,@R0
E7	1	MOV	A,@R1
E8	1	MOV	A,R0
E9	1	MOV	A,R1
EA	1	MOV	A,R2
EB	1	MOV	A,R3
EC	1	MOV	A,R4
ED	1	MOV	A,R5
EE	1	MOV	A,R6
EF	1	MOV	A,R7
F0	1	MOVX	@DPTR,A
F1	2	ACALL	code addr
F2	1	MOVX	@R0,A
F3	1	MOVX	@R1,A
F4	1	CPL	A
F5	2	MOV	data addr,A
F6	1	MOV	@R0,A
F7	1	MOV	@R1,A
F8	1	MOV	R0,A
F9	1	MOV	R1,A
FA	1	MOV	R2,A
FB	1	MOV	R3,A
FC	1	MOV	R4,A
FD	1	MOV	R5,A
FE	1	MOV	R6,A
FF	1	MOV	R7,A



CDM6116A



CMOS 2048-Word by 8-Bit Static RAM

Features:

- Fully static operation
- Single power supply: 4.5 V to 5.5 V
- All inputs and outputs directly TTL compatible
- 3-state outputs
- Industry standard 24-pin configuration
- Chip-enable gates address buffers for minimum standby current
- Data retention voltage: 2 V min.

	CDM6116A-2	CDM6116A-3	CDM6116A-9
Access Time (max.)	200 ns	150 ns	250 ns
Output Enable Time (max.)	120 ns	60 ns	150 ns
Operating Temperature	0° to +70° C		-40° to +85° C
Operating Current (max.)	35 mA	35 mA	40 mA
Standby Current I <sub>DDSI</sub> (max.)	30 μA	50 μA	100 μA

The RCA-CDM6116A is a CMOS 2048-word by 8-bit static random-access memory. It is designed for use in memory systems where high-speed, low power and simplicity in use are desirable. This device has common data inputs and data outputs and utilizes a single power supply of 4.5 V to 5.5 V. A chip-enable input and an output-enable input are provided for memory expansion and output buffer control.

The output enable ( $\overline{OE}$ ) controls the output buffers to eliminate bus contention.

The CDM6116A-2 and CDM6116A-3 have an operating temperature range of 0° to +70° C. The CDM6116A-9 has an operating temperature range of -40° to +85° C.

The CDM6116A-2 and CDM6116A-3 are supplied in a 24-lead dual-in-line plastic package (E suffix). The CDM6116A-9 is supplied in a 24-lead dual-in-line plastic package (E suffix) and a 24-lead dual-in-line side-braced ceramic package (D suffix).

The chip enable ( $\overline{CE}$ ) gates the address and output buffers and powers down the chip to the low power standby mode.

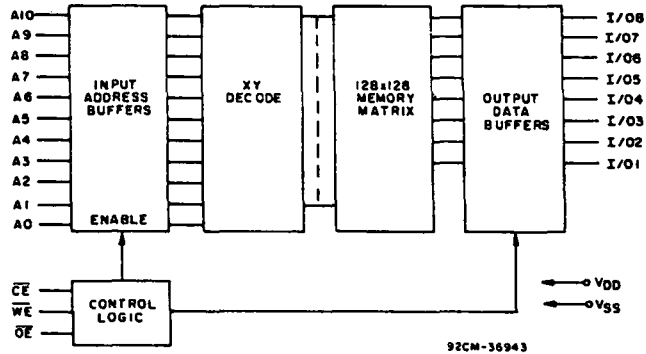


Fig. 1 - Functional block diagram.

TRUTH TABLE

$\overline{CE}$	$\overline{OE}$	$\overline{WE}$	A0 TO A10	MODE	I/O1 TO I/O8	DEVICE CURRENT
H	X	X	X	NOT SELECTED	HIGH Z	STANDBY
L	L	H	STABLE	READ	DATA OUT	ACTIVE
L	H	L	STABLE	WRITE	DATA IN	ACTIVE
L	L	L	STABLE	WRITE	DATA IN	ACTIVE

L = LOW H = HIGH X = H or L

## Random-Access Memories (RAMs)

## CDM6116A

### MAXIMUM RATINGS, Absolute-Maximum Ratings

DC SUPPLY-VOLTAGE RANGE, ( $V_{DD}$ ): (Voltage referenced to $V_{SS}$ terminal)	-0.3 to +7 V
INPUT VOLTAGE RANGE, ALL INPUTS	-0.3 to +7 V
DC INPUT CURRENT, ANY ONE INPUT	$\pm 10$ mA
POWER DISSIPATION PER PACKAGE ( $P_D$ ):	
For $T_A = -40^\circ$ to $+60^\circ$ C (PACKAGE TYPE E)	500 mW
For $T_A = +60^\circ$ to $+85^\circ$ C (PACKAGE TYPE E)	Derate Linearly at 8 mW/ $^\circ$ C to 300 mW
For $T_A = -40^\circ$ to $+85^\circ$ C (PACKAGE TYPE D)	500 mW
DEVICE DISSIPATION PER OUTPUT TRANSISTOR	
For $T_A =$ FULL PACKAGE-TEMPERATURE RANGE (All Package Types)	100 mW
OPERATING-TEMPERATURE RANGE ( $T_A$ )	
CDM6116A-2, CDM6116A-3 (PACKAGE TYPE E)	0 to $+70^\circ$ C
CDM6116A-9 (PACKAGE TYPES D, E)	-40 to $+85^\circ$ C
STORAGE TEMPERATURE RANGE ( $T_{stg}$ )	-55 to $+125^\circ$ C
LEAD TEMPERATURE (DURING SOLDERING):	
At distance $1/16 \pm 1/32$ in. ( $1.59 \pm 0.79$ mm) from case for 10 s max.	$+265^\circ$ C

OPERATING CONDITIONS at  $T_A = 0$  to  $+70^\circ$  C, (CDM6116A-2, CDM6116A-3);  $T_A = -40^\circ$  to  $+85^\circ$  C (CDM6116A-9)

For maximum reliability, operating conditions should be selected so that operation is always within the following ranges:

CHARACTERISTIC		LIMITS ALL TYPES		UNITS
		MIN.	MAX.	
DC Operating Voltage Range		4.5	5.5	V
Input Voltage Range	$V_{IH}$	2.2	$V_{DD} + 0.3$	
	$V_{IL}$	-0.3	0.8	
Input Signal Rise or Fall Time $\Delta$	$t_r, t_f$	—	5	$\mu$ s

$\Delta$  Input signal rise and fall times longer than the maximum value can cause loss of stored data in the selected mode.

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS at  $T_A = 0$  to  $+70^\circ$  C (CDM6116A-2, CDM6116A-3);

$T_A = -40^\circ$  to  $+85^\circ$  C (CDM6116A-9),  $V_{DD} = 5$  V  $\pm 10\%$ , Except as noted

CHARACTERISTIC	CONDITIONS	LIMITS									UNITS
		CDM6116A-2			CDM6116A-3			CDM6116A-9			
		MIN.	TYP.*	MAX.	MIN.	TYP.*	MAX.	MIN.	TYP.*	MAX.	
Standby Device Current	$\overline{CE} = V_{IH}$	—	0.6	2	—	0.6	2	—	0.3	2	mA
	$\overline{CE} = V_{DD} - 0.2$ V	—	1	30	—	1	50	—	1	100	
Output Voltage Low Level	$I_{OL} = 2.1$ mA	—	—	0.4	—	—	0.4	—	—	0.4	V
	$I_{OL} = 1$ $\mu$ A	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.1	—	
Output Voltage High Level	$I_{OH} = -1$ mA	2.4	—	—	2.4	—	—	2.4	—	—	V
	$I_{OH} = -1$ $\mu$ A	—	$V_{DD} - 0.1$	—	—	$V_{DD} - 0.1$	—	—	$V_{DD} - 0.1$	—	
Input Leakage Current	$V_{DD} = 5.5$ V	—	$\pm 0.1$	$\pm 2$	—	$\pm 0.1$	$\pm 2$	—	$\pm 0.1$	$\pm 2$	$\mu$ A
	$V_{IN} = 0$ V to $V_{DD}$	—	$\pm 0.5$	$\pm 2$	—	$\pm 0.5$	$\pm 2$	—	$\pm 0.5$	$\pm 2$	
3-State Output Leakage Current	$\overline{CE}$ or $\overline{OE} = V_{IH}$	—	$\pm 0.5$	$\pm 2$	—	$\pm 0.5$	$\pm 2$	—	$\pm 0.5$	$\pm 2$	$\mu$ A
	$V_{IO} = 0$ V to $V_{DD}$	—	$\pm 0.5$	$\pm 2$	—	$\pm 0.5$	$\pm 2$	—	$\pm 0.5$	$\pm 2$	
Operating Device Current	$V_{IN} = V_{IL}, V_{IH}$	—	20	35	—	20	35	—	28	40	mA
Input Capacitance	$V_{IN} = 0$ V, $f = 1$ MHz, $T_A = 25^\circ$ C	—	4	6	—	4	6	—	4	6	pF
Output Capacitance	$V_{IO} = 0$ V, $f = 1$ MHz, $T_A = 25^\circ$ C	—	6	8	—	6	8	—	6	8	

\*Typical values are for  $T_A = 25^\circ$  C and nominal  $V_{DD}$ .

\*Outputs open circuited; cycle time = Min.  $t_{cycle}$ , duty = 100%.

**CDM6116A**

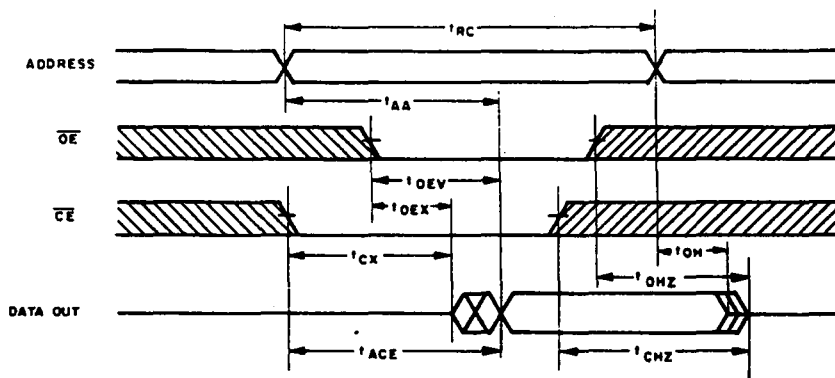
**SIGNAL DESCRIPTIONS**

- A0-A10 (Address Inputs):** These inputs must be stable prior to a write operation, but may change asynchronously during read operations.
- I/O1-I/O8:** 8-bit tristate data bus.
- $\overline{CE}$  (Chip Enable):** Powers down chip, disables Read and Write functions, and gates off address inputs.
- $\overline{OE}$  (Output Enable):** Enables tristate outputs if  $\overline{CE}$  is low and  $\overline{WE}$  is high.
- $\overline{WE}$  (Write Enable):** Enables Write function, if  $\overline{CE}$  is low.  $\overline{WE}$  will dominate if both  $\overline{WE}$  and  $\overline{OE}$  are low (i.e., the bus will be tristated and a Write will occur).
- $V_{DD}, V_{SS}$ :** Power supply connections.

**DYNAMIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS at  $T_A = 0$  to  $+70^\circ\text{C}$  (CDM6116A-2, CDM6116A-3);  
 $T_A = -40^\circ$  to  $+85^\circ\text{C}$  (CDM6116A-9),  $V_{DD} = 5\text{ V} \pm 10\%$ ,  
 Input  $t_r, t_f = 10\text{ ns}$ ;  $C_L = 100\text{ pF}$  and 1 TTL Load, Input Pulse Levels: 0.8 V to 2.4 V**

CHARACTERISTIC		LIMITS						UNITS
		CDM6116A-2		CDM6116A-3		CDM6116A-9		
		MIN.†	MAX.	MIN.†	MAX.	MIN.†	MAX.	
<b>Read Cycle Times See Fig. 2</b>								
Read Cycle Time	$t_{RC}$	200	—	150	—	250	—	ns
Address Access Time	$t_{AA}$	—	200	—	150	—	250	
Chip Enable Access Time	$t_{ACE}$	—	200	—	150	—	250	
Chip Enable to Output Active	$t_{CX}$	15	—	15	—	15	—	
Output Enable to Output Valid	$t_{OEV}$	—	120	—	60	—	150	
Output Enable to Output Active	$t_{OEX}$	15	—	15	—	15	—	
Chip Disable to Output "High Z"	$t_{CHZ}$	0	60	0	50	0	80	
Output Disable to Output "High Z"	$t_{OHZ}$	0	60	0	50	0	80	
Output Hold from Address Change	$t_{OH}$	15	—	15	—	15	—	

†Time required by a limit device to allow for the indicated function.



$\overline{WE}$  IS HIGH DURING READ CYCLE  
 TIMING MEASUREMENT REFERENCE  
 LEVEL IS 1.5V

92CM-36944

Fig. 2 - Read-cycle timing waveforms.

Random-Access Memories (RAMs)

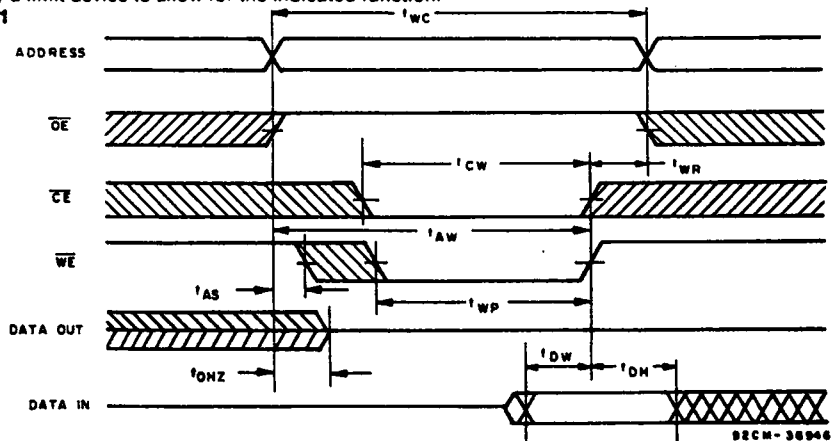
CDM6116A

DYNAMIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS at  $T_A = 0$  to  $+70^\circ\text{C}$  (CDM6116A-2, CDM6116A-3);  
 $T_A = -40^\circ$  to  $+85^\circ\text{C}$  (CDM6116A-9),  $V_{OD} = 5\text{ V} \pm 10\%$ ,  
 Input  $t_r, t_f = 10\text{ ns}$ ;  $C_L = 100\text{ pF}$  and 1 TTL Load, Input Pulse Levels: 0.8 V to 2.4 V

CHARACTERISTIC		LIMITS						UNITS
		CDM6116A-2		CDM6116A-3		CDM6116A-9		
		MIN. <sup>†</sup>	MAX.	MIN. <sup>†</sup>	MAX.	MIN. <sup>†</sup>	MAX.	
Write Cycle Times See Fig. 3								ns
Write Cycle Time	$t_{WC}$	200	—	150	—	250	—	
Chip Enable to End of WRITE	$t_{CW}$	160	—	90	—	200	—	
Address Valid to End of WRITE	$t_{AW}$	160	—	90	—	200	—	
Address Setup Time	$t_{AS}$	0	—	0	—	0	—	
Write Pulse Width	$t_{WP}$	160	—	90	—	200	—	
Write Recovery Time	$t_{WR}$	10	—	0	—	10	—	
Output Disable to Output "High Z"	$t_{OHZ}$	0	60	0	50	0	80	
Write to Output "High Z"	$t_{WHZ}$	0	60	0	40	0	80	
Input Data Setup Time	$t_{DW}$	80	—	50	—	100	—	
Input Data Hold Time	$t_{DH}$	10	—	5	—	10	—	
Output Active from End of Write	$t_{OW}$	10	—	10	—	10	—	

Time required by a limit device to allow for the indicated function.

WRITE CYCLE 1



WRITE CYCLE 2 -  $\overline{OE} = \text{LOW}$

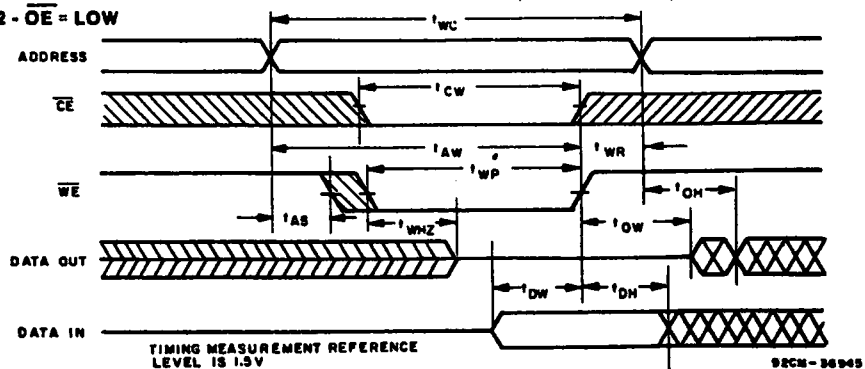


Fig. 3 - Write-cycle timing waveforms.

**CDM6116A**

**DATA RETENTION CHARACTERISTICS at  $T_A = 0$  to  $70^\circ\text{C}$  (CDM6116A-2, CDM6116A-3);  
 $T_A = -40$  to  $+85^\circ\text{C}$  (CDM6116A-9), Unless otherwise noted, See Fig. 4.**

CHARACTERISTIC	TEST CONDITIONS	LIMITS		UNITS
		ALL TYPES		
		MIN.	MAX.	
Minimum Data Retention Voltage $V_{DR}$ CDM6116A-2, CDM6116A-3, CDM6116A-9	$T_A = 0$ to $70^\circ\text{C}$ $\overline{CE} \geq V_{DD} - 0.2\text{ V}$	2	—	V
	CDM6116A-9 $T_A = -40$ to $0^\circ\text{C}$ $\overline{CE} \geq V_{DD} - 0.2\text{ V}$	4.5	—	
Data Retention Quiescent Current $I_{DDDR}^*$	CDM6116A-2 $V_{DD} = 3\text{ V}, \overline{CE} \geq 2.8\text{ V}$	—	15	$\mu\text{A}$
	CDM6116A-3 $V_{DD} = 3\text{ V}, \overline{CE} \geq 2.8\text{ V}$	—	25	
	CDM6116A-9 $V_{DD} = 3\text{ V}, \overline{CE} \geq 2.8\text{ V}$	—	50	
Chip Disable to Data Retention Time $t_{CDR}$	See Fig. 4	0	—	ns
Recovery to Normal Operation Time $t_R$	See Fig. 4	* $t_{ac}$	—	

\* $I_{DDDR} = 7.5\ \mu\text{A}$  max. at  $T_A = 0^\circ$  to  $+40^\circ\text{C}$  for CDM6116A-2 and CDM6116A-3.

\* $t_{ac}$  = Read Cycle Time.

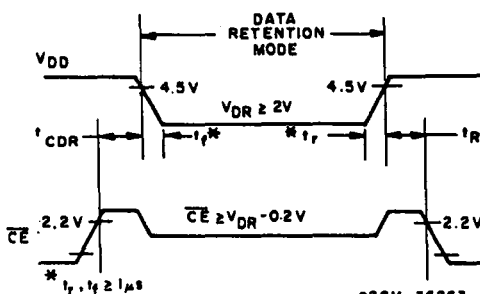
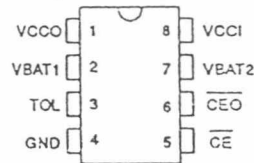


Fig. 4 - Low  $V_{DD}$  data retention timing waveforms.

**FEATURES**

- Converts CMOS RAMs into nonvolatile memories
- Unconditionally write protects when  $V_{CC}$  is out of tolerance
- Automatically switches to battery when power fail occurs
- Space saving 8-pin DIP
- Consumes less than 100 nA of battery current
- Tests battery condition on power up
- Provides for redundant batteries
- Optional 5% or 10% power fail detection
- Low forward voltage drop on the  $V_{CC}$  switch
- Optional 16-pin SOIC surface mount package
- Optional industrial temperature range of  $-40^{\circ}\text{C}$  to  $+85^{\circ}\text{C}$

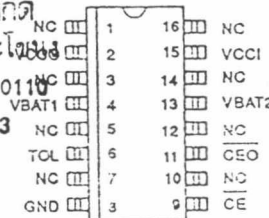
**PIN ASSIGNMENT**



DS1210 8-Pin DIP (300 MIL)  
See Mech. Drawing - Sect. 16, Pg. 1

**SILA**

บริษัท คีลาร์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด  
1108/41 ศูนย์การค้าพระโขนง  
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 392-3886, 392-6183



DS1210S 16-Pin SOIC (300 MIL)  
See Mech. Drawing - Sect. 16, Pg. 6



**PIN DESCRIPTION**

$V_{CCO}$	- RAM Supply
$V_{BAT1}$	- + Battery 1
TOL	- Power Supply Tolerance
GND	- Ground
$\overline{CE}$	- Chip Enable Input
$\overline{CEO}$	- Chip Enable Output
$V_{BAT2}$	- + Battery 2
$V_{CCI}$	- + Supply
NC	- No Connect

**DESCRIPTION**

The DS1210 Nonvolatile Controller Chip is a CMOS circuit which solves the application problem of converting CMOS RAM into nonvolatile memory. Incoming power is monitored for an out-of-tolerance condition. When such a condition is detected, chip enable is inhibited to accomplish write protection and the battery is switched on to supply the RAM with uninterrupted power. Special circuitry uses a low-leakage CMOS process which affords precise voltage detection at extremely low battery

consumption. The 8-pin DIP package keeps PC board real estate requirements to a minimum. By combining the DS1210 Nonvolatile Controller Chip with a CMOS memory and batteries, nonvolatile RAM operation can be achieved.

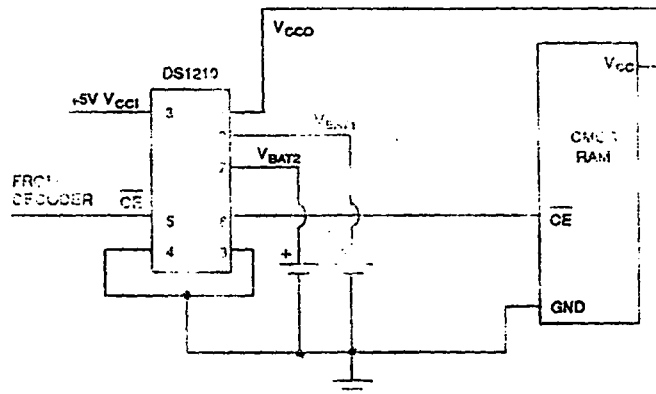
## OPERATION

The DS1210 nonvolatile controller performs five circuit functions required to battery back up a RAM. First, a switch is provided to direct power from the battery or the incoming supply ( $V_{CC1}$ ) depending on which is greater. This switch has a voltage drop of less than 0.3V. The second function which the nonvolatile controller provides is power fail detection. The DS1210 constantly monitors the incoming supply. When the supply goes out of tolerance a precision comparator detects power fail and inhibits chip enable ( $\overline{CE0}$ ). The third function of write protection is accomplished by holding the  $\overline{CE0}$  output signal to within 0.2 volts of the  $V_{CC1}$  or battery supply. If  $\overline{CE}$  input is low at the time power fail detection occurs, the  $\overline{CE0}$  output is kept in its present state until  $\overline{CE}$  is returned high. The delay of write protection until the current memory cycle is completed prevents the corruption of data. Power fail detection occurs in the range of 4.75 volts to 4.5 volts with the tolerance Pin 3 grounded. If Pin 3 is connected to  $V_{CC0}$ , then power fail detection occurs in the range of 4.5 volts to 4.25 volts. During nominal supply conditions  $\overline{CE0}$  will follow  $\overline{CE}$  with a maximum propagation delay of 20ns. The fourth function the DS1210 performs is a battery status warning so that potential data loss is avoided. Each time that the circuit is powered up the battery voltage is checked with a precision comparator. If the battery voltage is less than 2.0 volts, the second memory cycle is inhibited. Battery status can, therefore, be determined by performing a read cycle after power-up to any location in memory, verifying that memory location content. A subsequent write cycle can then be executed to the same memory location altering the data. If the next read cycle fails to verify the written data, then the batteries are less

than 2.0V and data is in danger of being corrupted. The fifth function of the nonvolatile controller provides for battery redundancy. In many applications, data integrity is paramount. In these applications it is often desirable to use two batteries to ensure reliability. The DS1210 controller provides an internal isolation switch which allows the connection of two batteries. During battery backup operation the battery with the highest voltage is selected for use. If one battery should fail, the other will take over the load. The switch to a redundant battery is transparent to circuit operation and to the user. A battery status warning will occur when the battery in use falls below 2.0 volts. A grounded  $V_{BAT2}$  pin will not activate a battery fail warning. In applications where battery redundancy is not required, a single battery should be connected to the BAT1 pin. The BAT2 battery pin must be grounded. The nonvolatile controller contains circuitry to turn off the battery back-up. This is to maintain the battery(s) at its highest capacity until the equipment is powered up and valid data is written to the SRAM. While in the freshness seal mode the  $\overline{CE0}$  and  $V_{CC0}$  will be forced to  $V_{OL}$ . When the batteries are first attached to one or both of the  $V_{BAT}$  pins,  $V_{CC0}$  will not provide battery back-up until  $V_{CC1}$  exceeds  $V_{CCTP}$  as set by the  $T_{OL}$  pin, and then falls below  $V_{BAT}$ .

Figure 1 shows a typical application incorporating the DS1210 in a microprocessor-based system. Section A shows the connections necessary to write protect the RAM when  $V_{CC}$  is less than 4.75 volts and to back up the supply with batteries. Section B shows the use of the DS1210 to halt the processor when  $V_{CC}$  is less than 4.75 volts and to delay its restart on power-up to prevent spurious writes.

## SECTION A – BATTERY BACKUP Figure 1

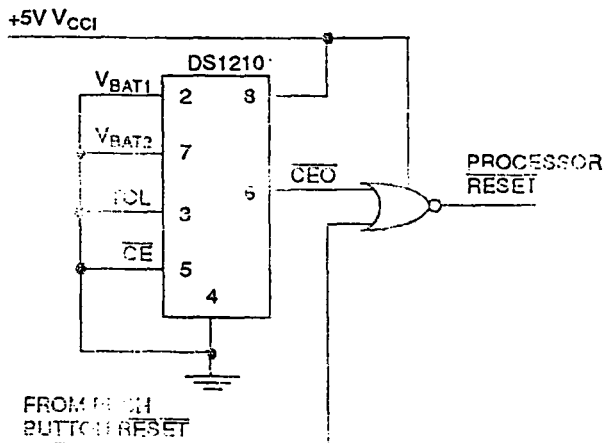


rupted. The provides for data integrity ten desirable The DS1210 which al-uring battery est voltage is the other will ant battery is ser. A battery y in use falls not activate a e battery rery should be tery pin must tains circuit- maintain the equipment is SRAM. While VCC0 will be t attached to provide bat- is set by the

### BATTERY BACKUP CURRENT DRAIN EXAMPLE CONSUMPTION

DS1210  $I_{BAT}$  100 nA  
 RAM  $I_{CC02}$  10  $\mu$ A  
 Total Drain 10.1  $\mu$ A

### SECTION B - PROCESSOR RESET



operating the in Section A s protect the o backup the re use of the is less than up to prevent

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS\*

Voltage on any Pin Relative to Ground	-0.2V to +7.0V
Operating Temperature	0°C to 70°C
Storage Temperature	-55°C to +125°C
Soldering Temperature	260°C for 10 seconds

\* This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions outside those indicated in the operating sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods of time may affect reliability.

### RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

(0°C to 70°C)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Pin 1 and 3 Supply Voltage	$V_{CC1}$	4.5	5.0	5.5	V	1
Pin 2 and 4 Supply Voltage	$V_{BAT1}$	2.5	5.0	5.5	V	1
Logic Input	$V_{IH}$	-0.2		$V_{CC}+0.3$	V	1
Logic Output		-0.3		+0.8	V	1
Battery Input	$V_{BAT1}$ $V_{BAT2}$	2.0		4.0	V	1,2

**DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

 (0°C to 70°C,  $V_{CCI} = 4.75V$  to  $5.5V$ , Pin 3 = GND)  
 ( $V_{CCI} = 4.5$  to  $5.5V$ , Pin 3 =  $V_{CCO}$ )

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Supply Current	$I_{CCI}$			5	mA	3
Supply Voltage	$V_{CCO}$	$V_{CC}-0.2$			V	1
Supply Current	$I_{CCO1}$			80	mA	4
Input Leakage	$I_{IL}$	-1.0		+1.0	$\mu A$	
Output Leakage	$I_{LO}$	-1.0		+1.0	$\mu A$	
$\overline{CE}$ Output @2.4V	$I_{OH}$	-1.0			mA	5
$\overline{CE}$ Output @0.4V	$I_{OL}$			4.0	mA	5
$V_{CC}$ Trip Point (TOL=GND)	$V_{CCTP}$	4.50	4.62	4.74	V	1
$V_{CC}$ Trip Point (TOL= $V_{CCO}$ )	$V_{CCTP}$	4.25	4.37	4.49	V	1

 (0°C to 70°C,  $V_{CCI} = < V_{BAT}$ )

$\overline{CE}$ Output	$V_{OHL}$	$V_{BAT}-0.2$			V	7
$V_{BAT1}$ or $V_{BAT2}$ Battery Current	$I_{BAT}$			100	nA	2,3
Battery Backup Current @ $V_{CCO} = V_{BAT} - 0.3V$	$I_{CCO2}$			50	$\mu A$	6,7

**CAPACITANCE**

 ( $t_A = 25^\circ C$ )

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Input Capacitance	$C_{IN}$			5	pF	
Output Capacitance	$C_{OUT}$			7	pF	

**AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

 (0°C to 70°C,  $V_{CCI} = 4.75V$  to  $5.5V$ , Pin 3 = GND)  
 ( $V_{CCI} = 4.5$  to  $5.5V$ , Pin 3 =  $V_{CCO}$ )

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
$\overline{CE}$ Propagation Delay	$t_{PD}$	5	10	20	ns	5
$\overline{CE}$ High to Power Fail	$t_{PF}$			0	ns	

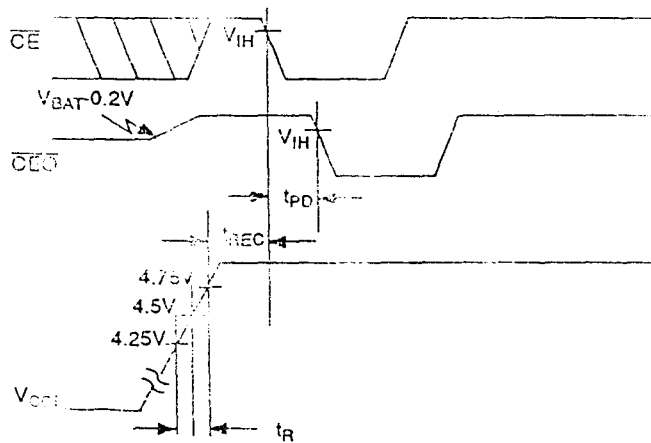
 (0°C to 70°C,  $V_{CCI} < 4.75V$ , Pin 3 = GND;  $V_{CCI} < 4.5$ , Pin 3 =  $V_{CCO}$ )

Recovery at Power Up	$t_{REC}$	2	50	125	ms	
$V_{CC}$ Slew Rate Power Down	$t_F$	300			$\mu s$	
$V_{CC}$ Slew Rate Power Down	$t_{FB}$	10			$\mu s$	
$V_{CC}$ Slew Rate Power Up	$t_R$	0			$\mu s$	
$\overline{CE}$ Pulse Width	$t_{CE}$			1.5	$\mu s$	8

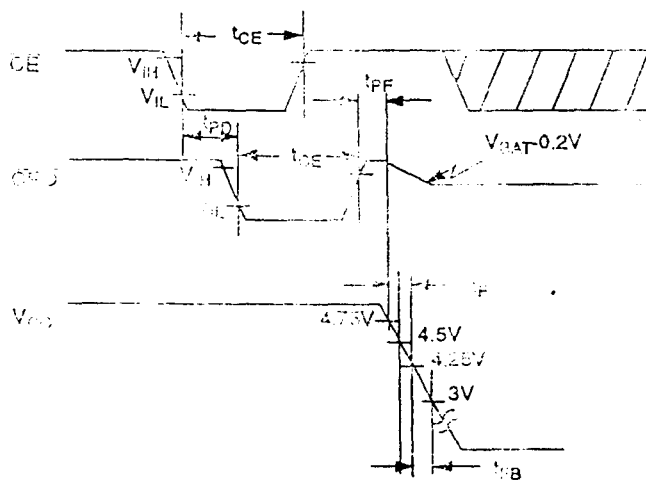
## NOTES

1. All voltages are referenced to ground.
2. Only one battery input is required. Unused battery inputs must be grounded.
3. Measured with  $V_{CC0}$  and  $\overline{CE0}$  open.
4.  $I_{CC01}$  is the maximum average load which the DS1210 can supply to the memories.
5. Measured with a load as shown in Figure 2.
6.  $I_{CC02}$  is the maximum average load current which the DS1210 can supply to the memories in the battery backup mode.
7.  $t_{CE\ max}$  must be met to ensure data integrity on power loss.
8.  $\overline{CE0}$  can only sustain leakage current in the battery backup mode.

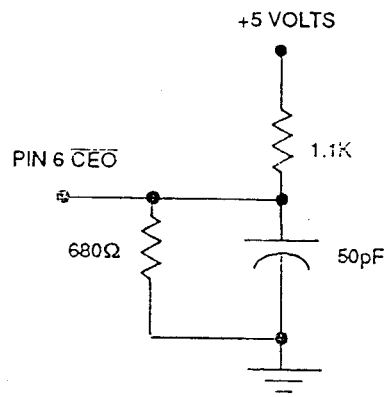
## TIMING DIAGRAM - POWER UP



## TIMING DIAGRAM - POWER DOWN



OUTPUT LOAD Figure 2





## 8255A/8255A-5 PROGRAMMABLE PERIPHERAL INTERFACE

- MCS-85™ Compatible 8255A-5
- 24 Programmable I/O Pins
- Completely TTL Compatible
- Fully Compatible with Intel® Microprocessor Families
- Improved Timing Characteristics
- Direct Bit Set/Reset Capability Easing Control Application Interface
- Reduces System Package Count
- Improved DC Driving Capability
- Available in EXPRESS
  - Standard Temperature Range
  - Extended Temperature Range

The Intel® 8255A is a general purpose programmable I/O device designed for use with Intel® microprocessors. It has 24 I/O pins which may be individually programmed in 2 groups of 12 and used in 3 major modes of operation. In the first mode (MODE 0), each group of 12 I/O pins may be programmed in sets of 4 to be input or output. In MODE 1, the second mode, each group may be programmed to have 8 lines of input or output. Of the remaining 4 pins, 3 are used for handshaking and interrupt control signals. The third mode of operation (MODE 2) is a bidirectional bus mode which uses 8 lines for a bidirectional bus, and 5 lines, borrowing one from the other group, for handshaking.

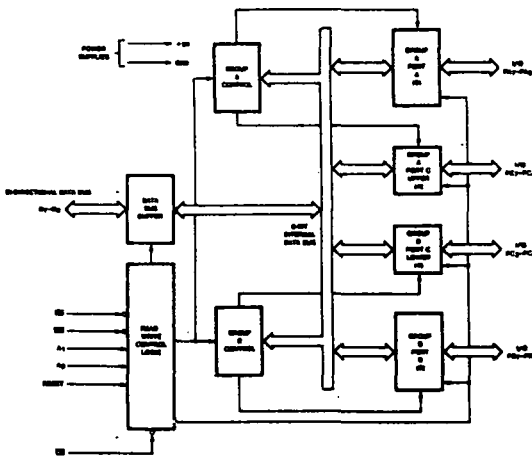


Figure 1. 8255A Block Diagram

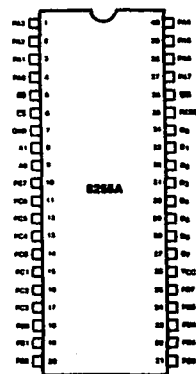


Figure 2. Pin Configuration

**8255A FUNCTIONAL DESCRIPTION**

**General**

The 8255A is a programmable peripheral interface (PPI) device designed for use in Intel® microcomputer systems. Its function is that of a general purpose I/O component to interface peripheral equipment to the microcomputer system bus. The functional configuration of the 8255A is programmed by the system software so that normally no external logic is necessary to interface peripheral devices or structures.

**Data Bus Buffer**

This 3-state bidirectional 8-bit buffer is used to interface the 8255A to the system data bus. Data is transmitted or received by the buffer upon execution of input or output instructions by the CPU. Control words and status information are also transferred through the data bus buffer.

**Read/Write and Control Logic**

The function of this block is to manage all of the internal and external transfers of both Data and Control or Status words. It accepts inputs from the CPU Address and Control busses and in turn, issues commands to both of the Control Groups.

**(CS)**

**Chip Select.** A "low" on this input pin enables the communication between the 8255A and the CPU.

**(RD)**

**Read.** A "low" on this input pin enables the 8255A to send the data or status information to the CPU on the data bus. In essence, it allows the CPU to "read from" the 8255A.

**(WR)**

**Write.** A "low" on this input pin enables the CPU to write data or control words into the 8255A.

**(A<sub>0</sub> and A<sub>1</sub>)**

**Port Select 0 and Port Select 1.** These input signals, in conjunction with the RD and WR inputs, control the selection of one of the three ports or the control word registers. They are normally connected to the least significant bits of the address bus (A<sub>0</sub> and A<sub>1</sub>).

**8255A BASIC OPERATION**

A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	$\overline{RD}$	WR	$\overline{CS}$	INPUT OPERATION (READ)
0	0	0	1	0	PORT A = DATA BUS
0	1	0	1	0	PORT B = DATA BUS
1	0	0	1	0	PORT C = DATA BUS
					OUTPUT OPERATION (WRITE)
0	0	1	0	0	DATA BUS = PORT A
0	1	1	0	0	DATA BUS = PORT B
1	0	1	0	0	DATA BUS = PORT C
1	1	1	0	0	DATA BUS = CONTROL
					DISABLE FUNCTION
X	X	X	X	1	DATA BUS = 3-STATE
1	1	0	1	0	ILLEGAL CONDITION
X	X	1	1	0	DATA BUS = 3-STATE

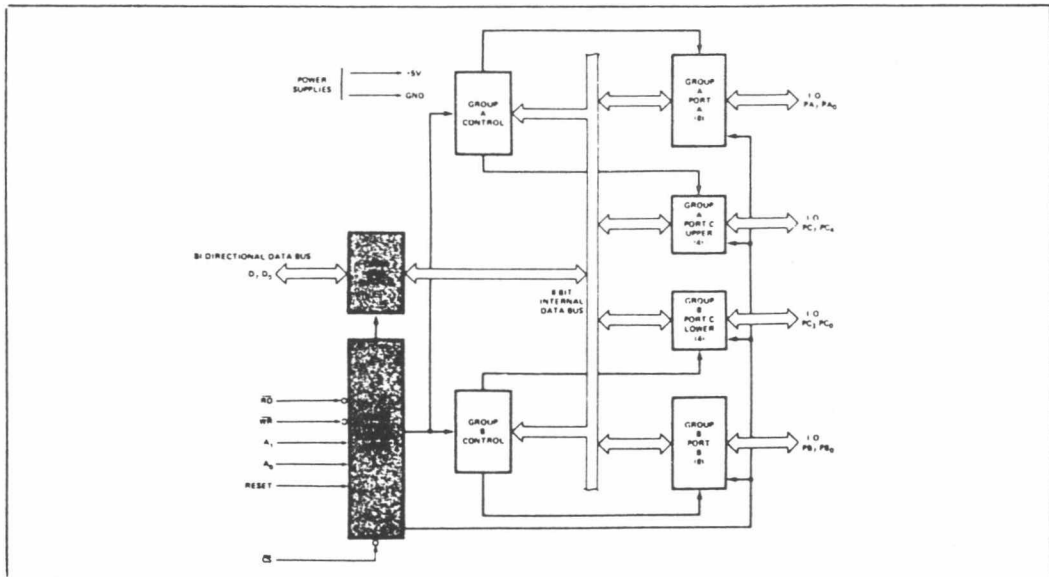


Figure 3. 8255A Block Diagram Showing Data Bus Buffer and Read/Write Control Logic Functions

**(RESET)**

**Reset.** A "high" on this input clears the control register and all ports (A, B, C) are set to the input mode.

**Group A and Group B Controls**

The functional configuration of each port is programmed by the systems software. In essence, the CPU "outputs" a control word to the 8255A. The control word contains information such as "mode", "bit set", "bit reset", etc., that initializes the functional configuration of the 8255A.

Each of the Control blocks (Group A and Group B) accepts "commands" from the Read/Write Control Logic, receives "control words" from the internal data bus and issues the proper commands to its associated ports.

- Control Group A – Port A and Port C upper (C7-C4)
- Control Group B – Port B and Port C lower (C3-C0)

The Control Word Register can Only be written into. No Read operation of the Control Word Register is allowed.

**Ports A, B, and C**

The 8255A contains three 8-bit ports (A, B, and C). All can be configured in a wide variety of functional characteristics by the system software but each has its own special features or "personality" to further enhance the power and flexibility of the 8255A.

**Port A.** One 8-bit data output latch/buffer and one 8-bit data input latch.

**Port B.** One 8-bit data input/output latch/buffer and one 8-bit data input buffer.

**Port C.** One 8-bit data output latch/buffer and one 8-bit data input buffer (no latch for input). This port can be divided into two 4-bit ports under the mode control. Each 4-bit port contains a 4-bit latch and it can be used for the control signal outputs and status signal inputs in conjunction with ports A and B.

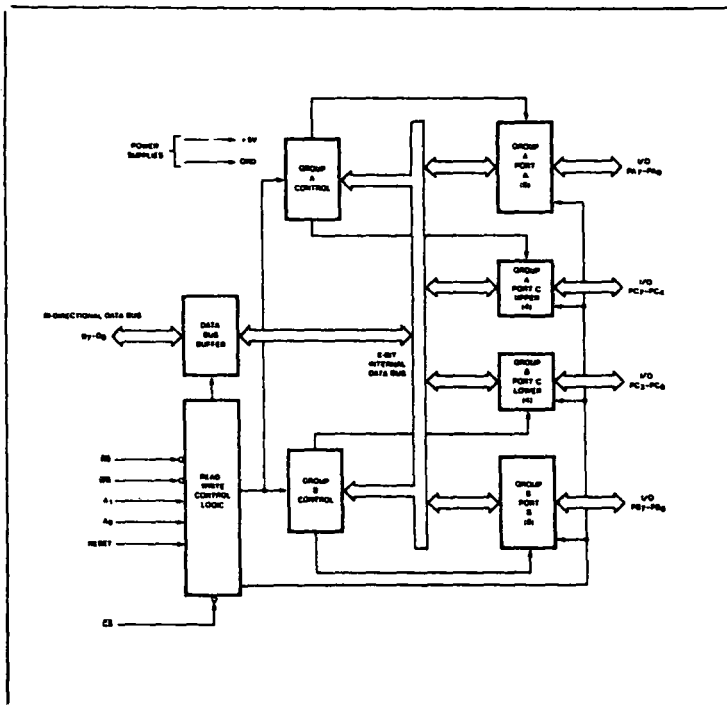
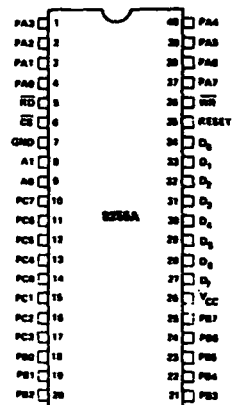


Figure 4. 8255A Block Diagram Showing Group A and Group B Control Functions

**PIN CONFIGURATION**



**PIN NAMES**

D <sub>7</sub> -D <sub>0</sub>	DATA BUS (BI-DIRECTIONAL)
RESET	RESET OUTPUT
CS	CHIP SELECT
RD	READ INPUT
WR	WRITE INPUT
A0, A1	PORT ADDRESS
PA7-PA0	PORT A (8BIT)
PB7-PB0	PORT B (8BIT)
PC7-PC0	PORT C (8BIT)
V <sub>CC</sub>	+5 VOLTS
GND	0 VOLTS

**8255A OPERATIONAL DESCRIPTION**

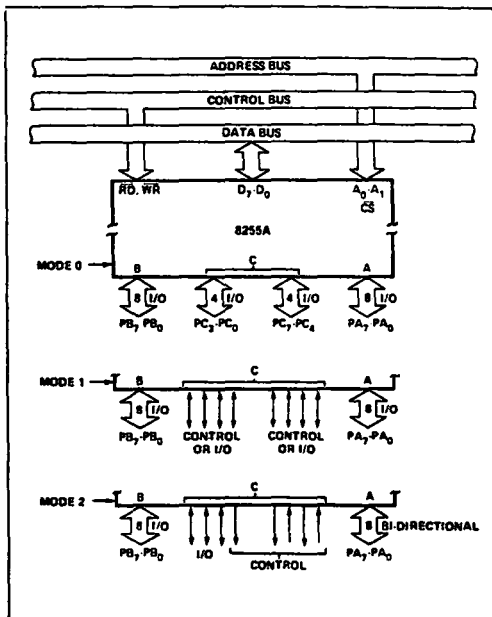
**Mode Selection**

There are three basic modes of operation that can be selected by the system software:

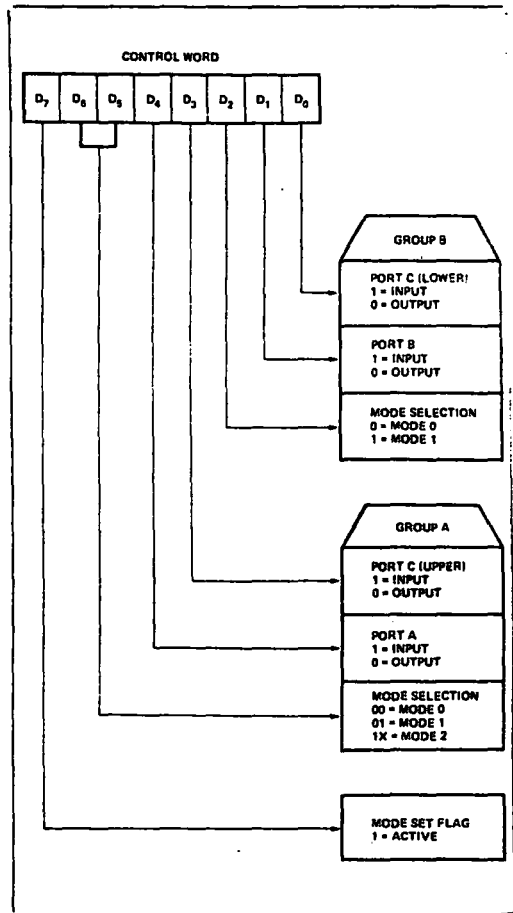
- Mode 0 – Basic Input/Output
- Mode 1 – Strobed Input/Output
- Mode 2 – Bi-Directional Bus

When the reset input goes "high" all ports will be set to the input mode (i.e., all 24 lines will be in the high impedance state). After the reset is removed the 8255A can remain in the input mode with no additional initialization required. During the execution of the system program any of the other modes may be selected using a single output instruction. This allows a single 8255A to service a variety of peripheral devices with a simple software maintenance routine.

The modes for Port A and Port B can be separately defined, while Port C is divided into two portions as required by the Port A and Port B definitions. All of the output registers, including the status flip-flops, will be reset whenever the mode is changed. Modes may be combined so that their functional definition can be "tailored" to almost any I/O structure. For instance; Group B can be programmed in Mode 0 to monitor simple switch closings or display computational results, Group A could be programmed in Mode 1 to monitor a keyboard or tape reader on an interrupt-driven basis.



**Figure 5. Basic Mode Definitions and Bus Interface**



**Figure 6. Mode Definition Format**

The mode definitions and possible mode combinations may seem confusing at first but after a cursory review of the complete device operation a simple, logical I/O approach will surface. The design of the 8255A has taken into account things such as efficient PC board layout, control signal definition vs PC layout and complete functional flexibility to support almost any peripheral device with no external logic. Such design represents the maximum use of the available pins.

**Single Bit Set/Reset Feature**

Any of the eight bits of Port C can be Set or Reset using a single OUTPUT instruction. This feature reduces software requirements in Control-based applications.

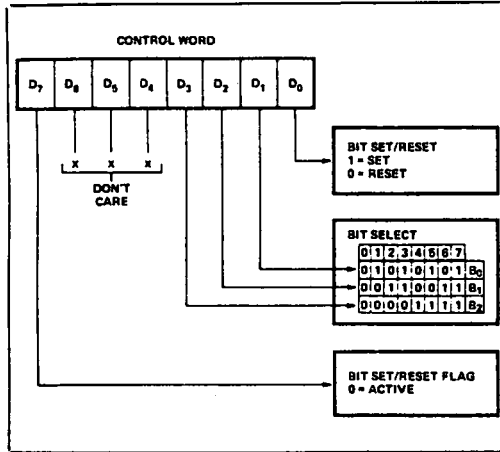


Figure 7. Bit Set/Reset Format

When Port C is being used as status/control for Port A or B, these bits can be set or reset by using the Bit Set/Reset operation just as if they were data output ports.

**Interrupt Control Functions**

When the 8255A is programmed to operate in mode 1 or mode 2, control signals are provided that can be used as interrupt request inputs to the CPU. The interrupt request signals, generated from port C, can be inhibited or enabled by setting or resetting the associated INTE flip-flop, using the bit set/reset function of port C.

This function allows the Programmer to disallow or allow a specific I/O device to interrupt the CPU without affecting any other device in the interrupt structure.

INTE flip-flop definition:

- (BIT-SET) – INTE is SET – Interrupt enable
- (BIT-RESET) – INTE is RESET – Interrupt disable

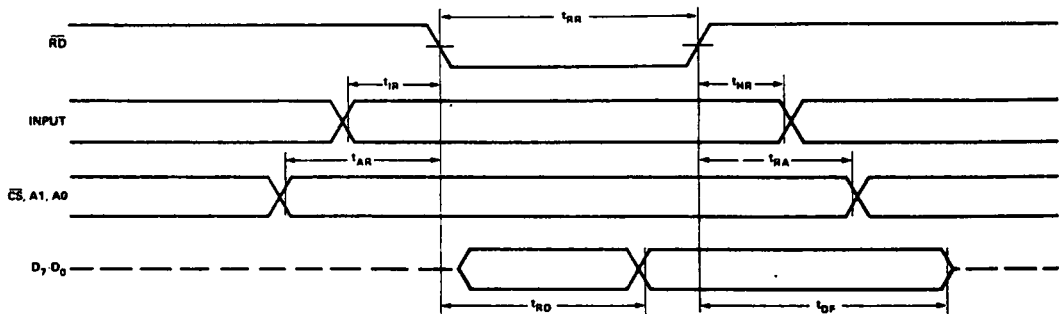
Note: All Mask flip-flops are automatically reset during mode selection and device Reset.

**Operating Modes**

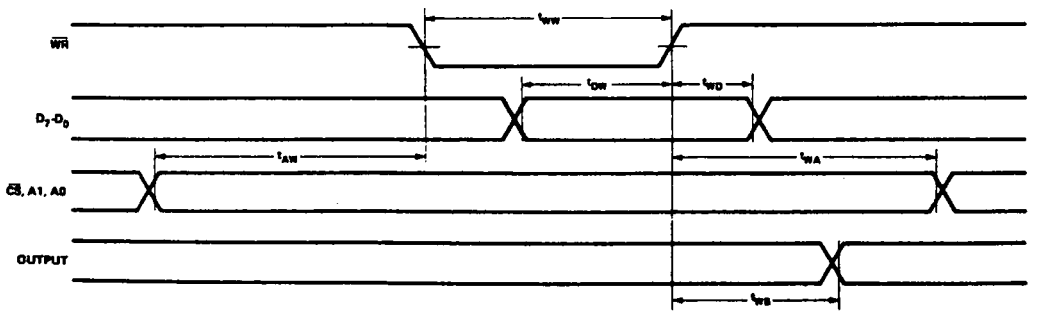
**MODE 0 (Basic Input/Output).** This functional configuration provides simple input and output operations for each of the three ports. No "handshaking" is required, data is simply written to or read from a specified port.

Mode 0 Basic Functional Definitions:

- Two 8-bit ports and two 4-bit ports.
- Any port can be input or output.
- Outputs are latched.
- Inputs are not latched.
- 16 different Input/Output configurations are possible in this Mode.



**MODE 0 (Basic Input)**

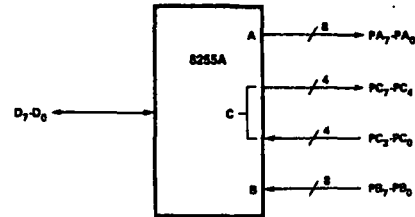
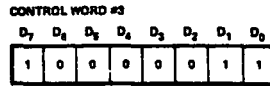
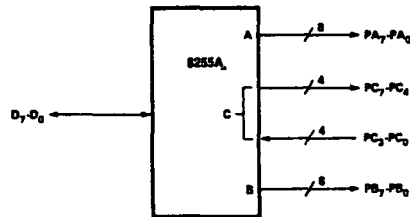
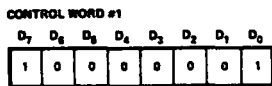
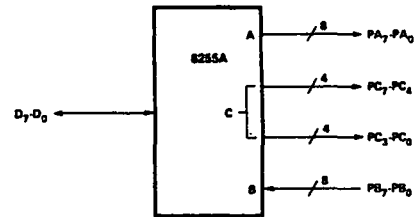
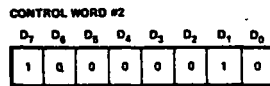
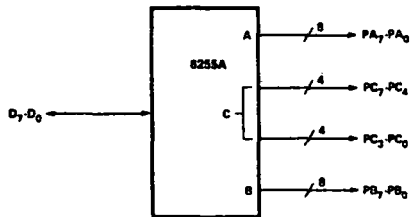
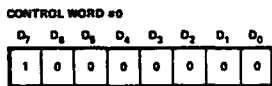


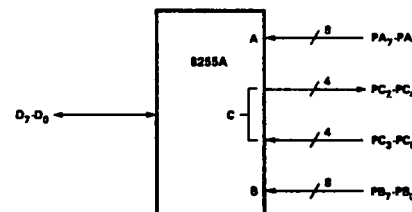
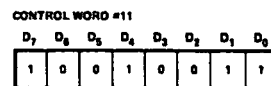
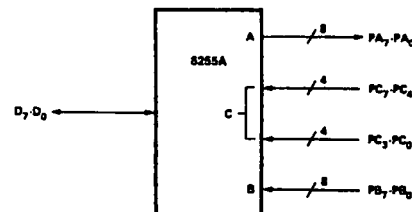
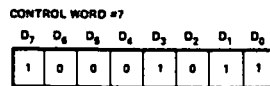
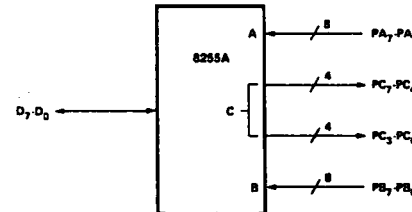
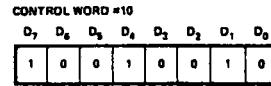
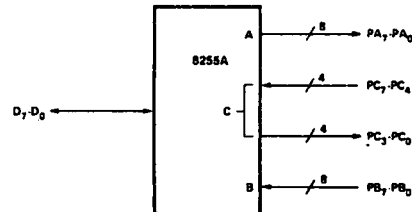
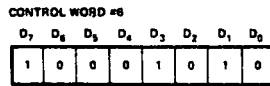
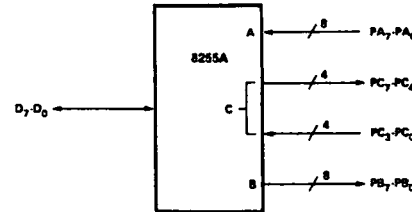
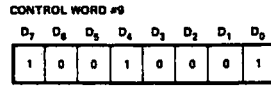
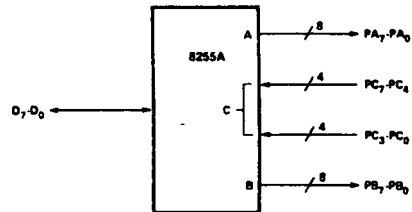
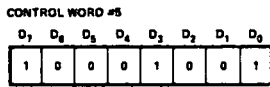
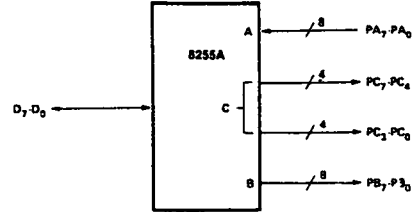
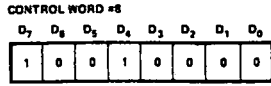
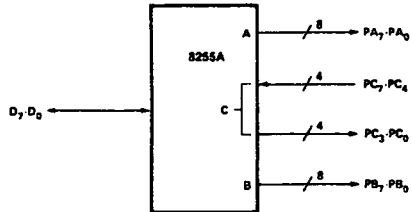
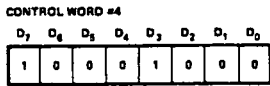
**MODE 0 (Basic Output)**

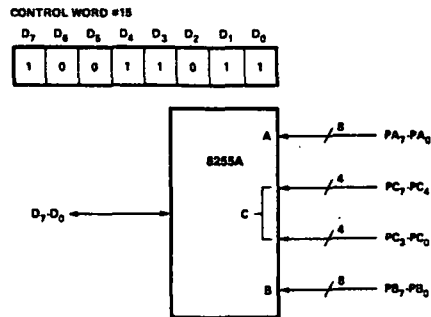
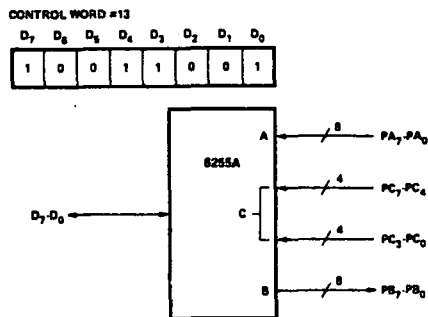
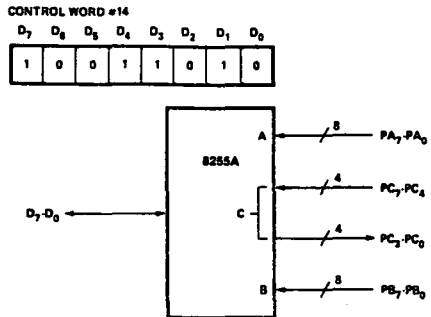
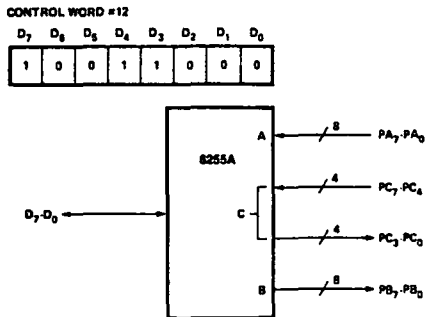
MODE 0 Port Definition

A		B		GROUP A			GROUP B	
D <sub>4</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>	PORT A	PORT C (UPPER)	#	PORT B	PORT C (LOWER)
0	0	0	0	OUTPUT	OUTPUT	0	OUTPUT	OUTPUT
0	0	0	1	OUTPUT	OUTPUT	1	OUTPUT	INPUT
0	0	1	0	OUTPUT	OUTPUT	2	INPUT	OUTPUT
0	0	1	1	OUTPUT	OUTPUT	3	INPUT	INPUT
0	1	0	0	OUTPUT	INPUT	4	OUTPUT	OUTPUT
0	1	0	1	OUTPUT	INPUT	5	OUTPUT	INPUT
0	1	1	0	OUTPUT	INPUT	6	INPUT	OUTPUT
0	1	1	1	OUTPUT	INPUT	7	INPUT	INPUT
1	0	0	0	INPUT	OUTPUT	8	OUTPUT	OUTPUT
1	0	0	1	INPUT	OUTPUT	9	OUTPUT	INPUT
1	0	1	0	INPUT	OUTPUT	10	INPUT	OUTPUT
1	0	1	1	INPUT	OUTPUT	11	INPUT	INPUT
1	1	0	0	INPUT	INPUT	12	OUTPUT	OUTPUT
1	1	0	1	INPUT	INPUT	13	OUTPUT	INPUT
1	1	1	0	INPUT	INPUT	14	INPUT	OUTPUT
1	1	1	1	INPUT	INPUT	15	INPUT	INPUT

MODE 0 Configurations







**Operating Modes**

**MODE 1 (Strobed Input/Output).** This functional configuration provides a means for transferring I/O data to or from a specified port in conjunction with strobes or "handshaking" signals. In mode 1, port A and Port B use the lines on port C to generate or accept these "handshaking" signals.

**Mode 1 Basic Functional Definitions:**

- Two Groups (Group A and Group B)
- Each group contains one 8-bit data port and one 4-bit control/data port.
- The 8-bit data port can be either input or output. Both inputs and outputs are latched.
- The 4-bit port is used for control and status of the 8-bit data port.

**Input Control Signal Definition**

**STB (Strobe Input).** A "low" on this input loads data into the input latch.

**IBF (Input Buffer Full F/F)**

A "high" on this output indicates that the data has been loaded into the input latch; in essence, an acknowledgement. IBF is set by STB input being low and is reset by the rising edge of the RD input.

**INTR (Interrupt Request)**

A "high" on this output can be used to interrupt the CPU when an input device is requesting service. INTR is set by the STB is a "one", IBF is a "one" and INTE is a "one" It is reset by the falling edge of RD. This procedure allows an input device to request service from the CPU by simply strobing its data into the port.

**INTE A**

Controlled by bit set/reset of PC<sub>4</sub>.

**INTE B**

Controlled by bit set/reset of PC<sub>2</sub>.

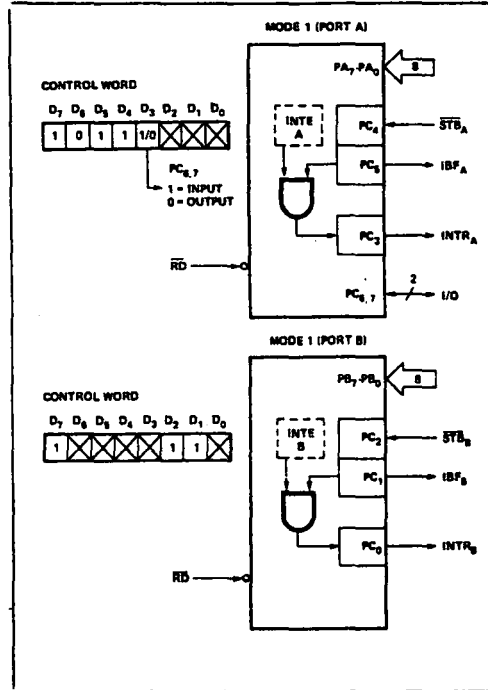


Figure 8. MODE 1 Input

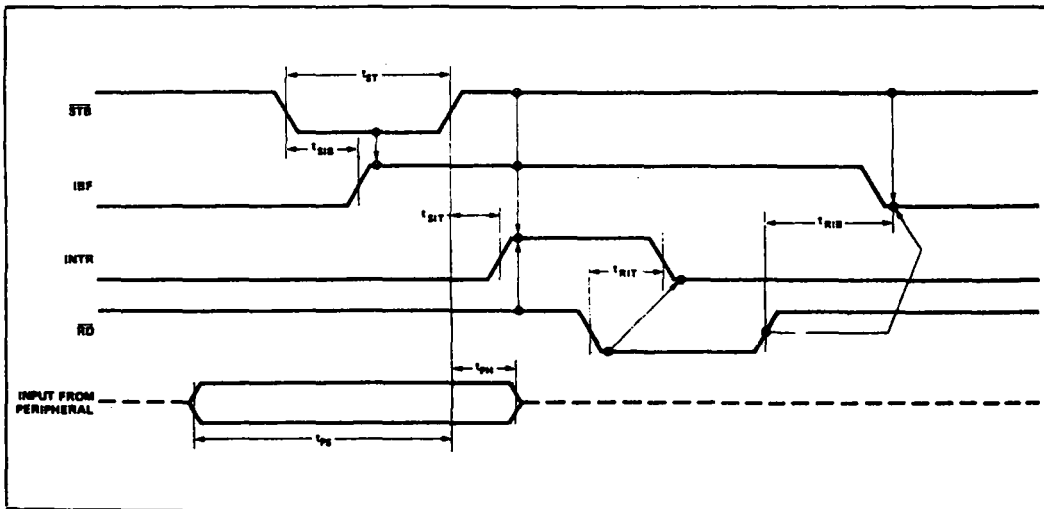


Figure 9. MODE 1 (Strobed Input)

**Output Control Signal Definition**

**$\overline{OBF}$  (Output Buffer Full F/F).** The  $\overline{OBF}$  output will go "low" to indicate that the CPU has written data out to the specified port. The  $\overline{OBF}$  F/F will be set by the rising edge of the WR input and reset by ACK input being low.

**ACK (Acknowledge Input).** A "low" on this input informs the 8255A that the data from port A or port B has been accepted. In essence, a response from the peripheral device indicating that it has received the data output by the CPU.

**INTR (Interrupt Request).** A "high" on this output can be used to interrupt the CPU when an output device has accepted data transmitted by the CPU. INTR is set when ACK is a "one",  $\overline{OBF}$  is a "one", and INTE is a "one". It is reset by the falling edge of WR.

**INTR (Interrupt Request).** A "high" on this output can be used to interrupt the CPU when an output device has accepted data transmitted by the CPU. INTR is set when ACK is a "one",  $\overline{OBF}$  is a "one", and INTE is a "one". It is reset by the falling edge of WR.

- INTE A**  
Controlled by bit set/reset of PC<sub>6</sub>
- INTE B**  
Controlled by bit set/reset of PC<sub>2</sub>

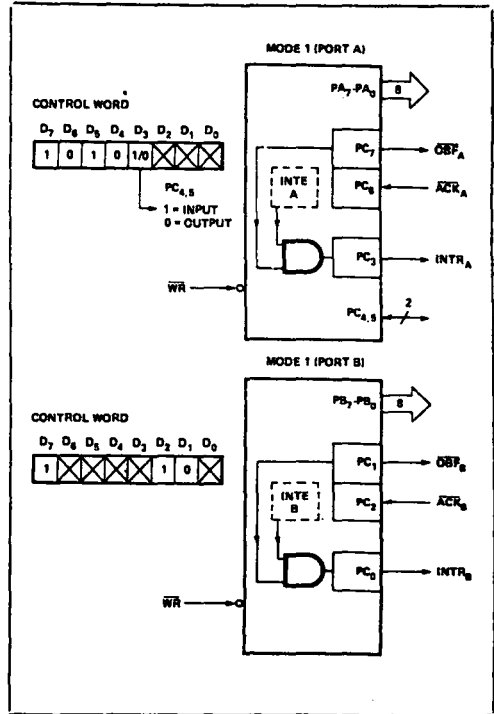


Figure 10. MODE 1 Output

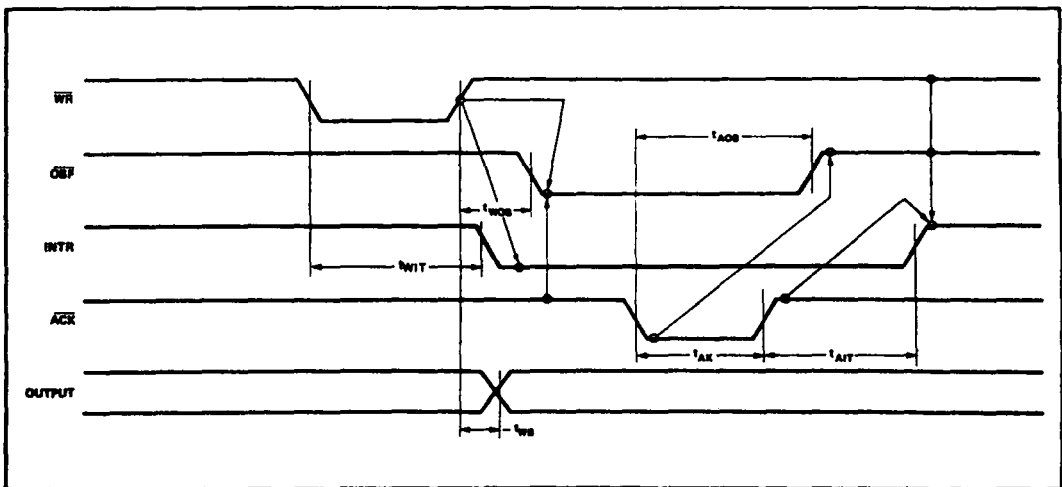


Figure 11. Mode 1 (Strobed Output)

**Combinations of MODE 1**

Port A and Port B can be individually defined as input or output in Mode 1 to support a wide variety of strobed I/O applications.

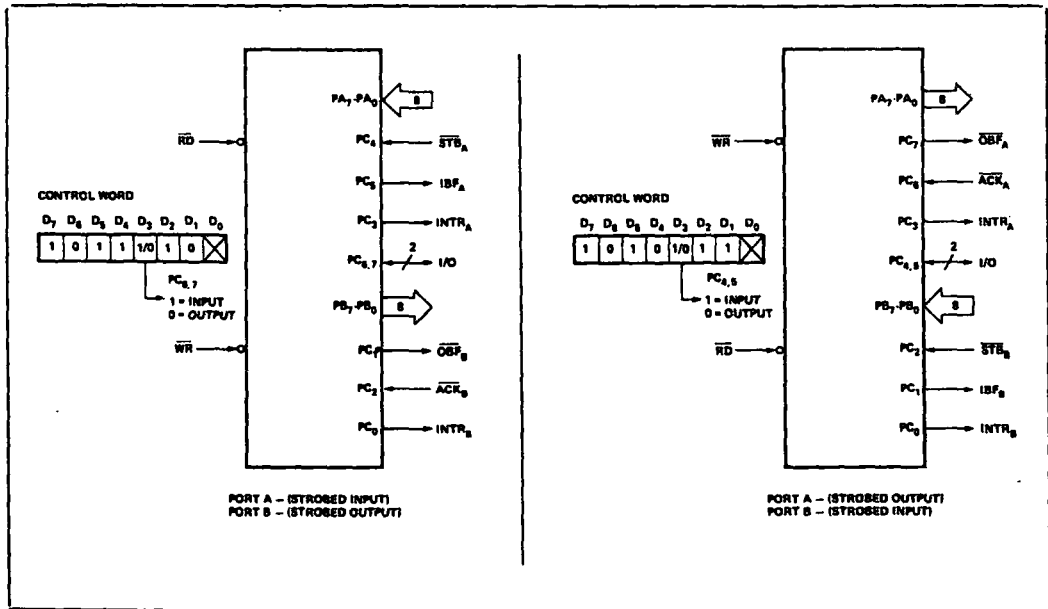


Figure 12. Combinations of MODE 1

**Operating Modes**

**MODE 2 (Strobed Bidirectional Bus I/O).** This functional configuration provides a means for communicating with a peripheral device or structure on a single 8-bit bus for both transmitting and receiving data (bidirectional bus I/O). "Handshaking" signals are provided to maintain proper bus flow discipline in a similar manner to MODE 1. Interrupt generation and enable/disable functions are also available.

**MODE 2 Basic Functional Definitions:**

- Used in Group A only.
- One 8-bit, bi-directional bus Port (Port A) and a 5-bit control Port (Port C).
- Both inputs and outputs are latched.
- The 5-bit control port (Port C) is used for control and status for the 8-bit, bi-directional bus port (Port A).

**Bidirectional Bus I/O Control Signal Definition**

**INTR (Interrupt Request).** A high on this output can be used to interrupt the CPU for both input or output operations.

**Output Operations**

**OBF (Output Buffer Full).** The OBF output will go "low" to indicate that the CPU has written data out to port A.

**ACK (Acknowledge).** A "low" on this input enables the tri-state output buffer of port A to send out the data. Otherwise, the output buffer will be in the high impedance state.

**INTE 1 (The INTE Flip-Flop Associated with OBF).** Controlled by bit set/reset of PC<sub>6</sub>.

**Input Operations**

**STB (Strobe Input).** A "low" on this input loads data into the input latch.

**IBF (Input Buffer Full F/F).** A "high" on this output indicates that data has been loaded into the input latch.

**INTE 2 (The INTE Flip-Flop Associated with IBF).** Controlled by bit set/reset of PC<sub>4</sub>.

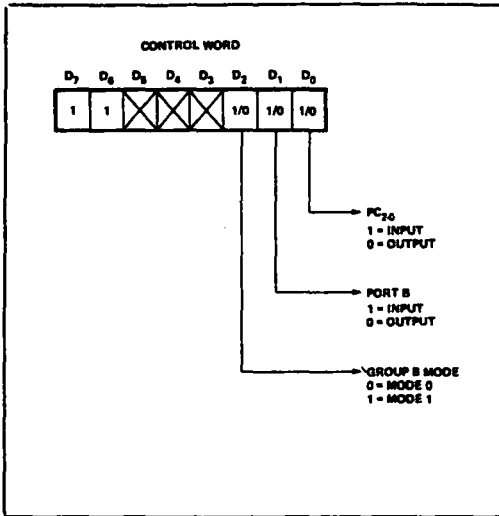


Figure 13. MODE Control Word

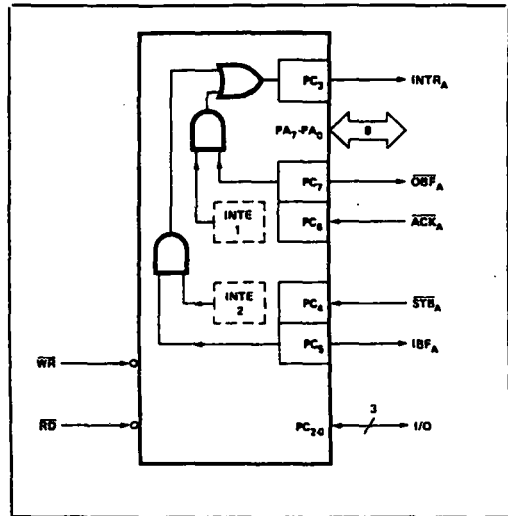


Figure 14. MODE 2

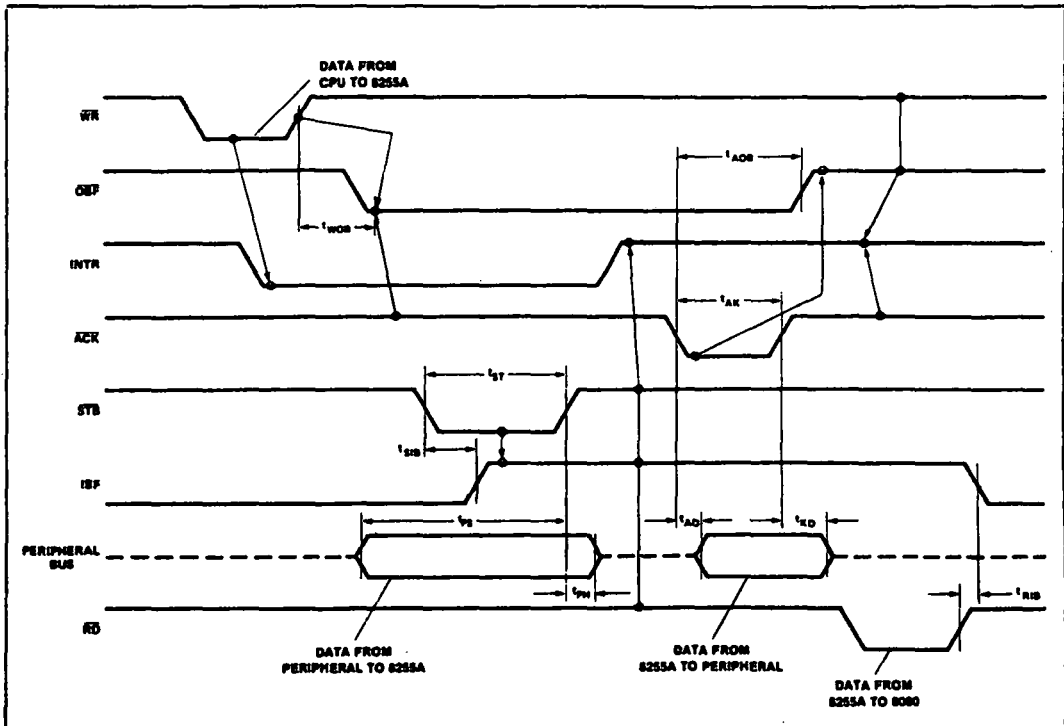


Figure 15. MODE 2 (Bidirectional)

NOTE: Any sequence where  $\overline{WR}$  occurs before  $\overline{ACK}$  and  $\overline{STB}$  occurs before  $\overline{RD}$  is permissible.  
 (INTR = IBF · MASK ·  $\overline{STB}$  ·  $\overline{RD}$  +  $\overline{OBF}$  · MASK · ACK · WR)

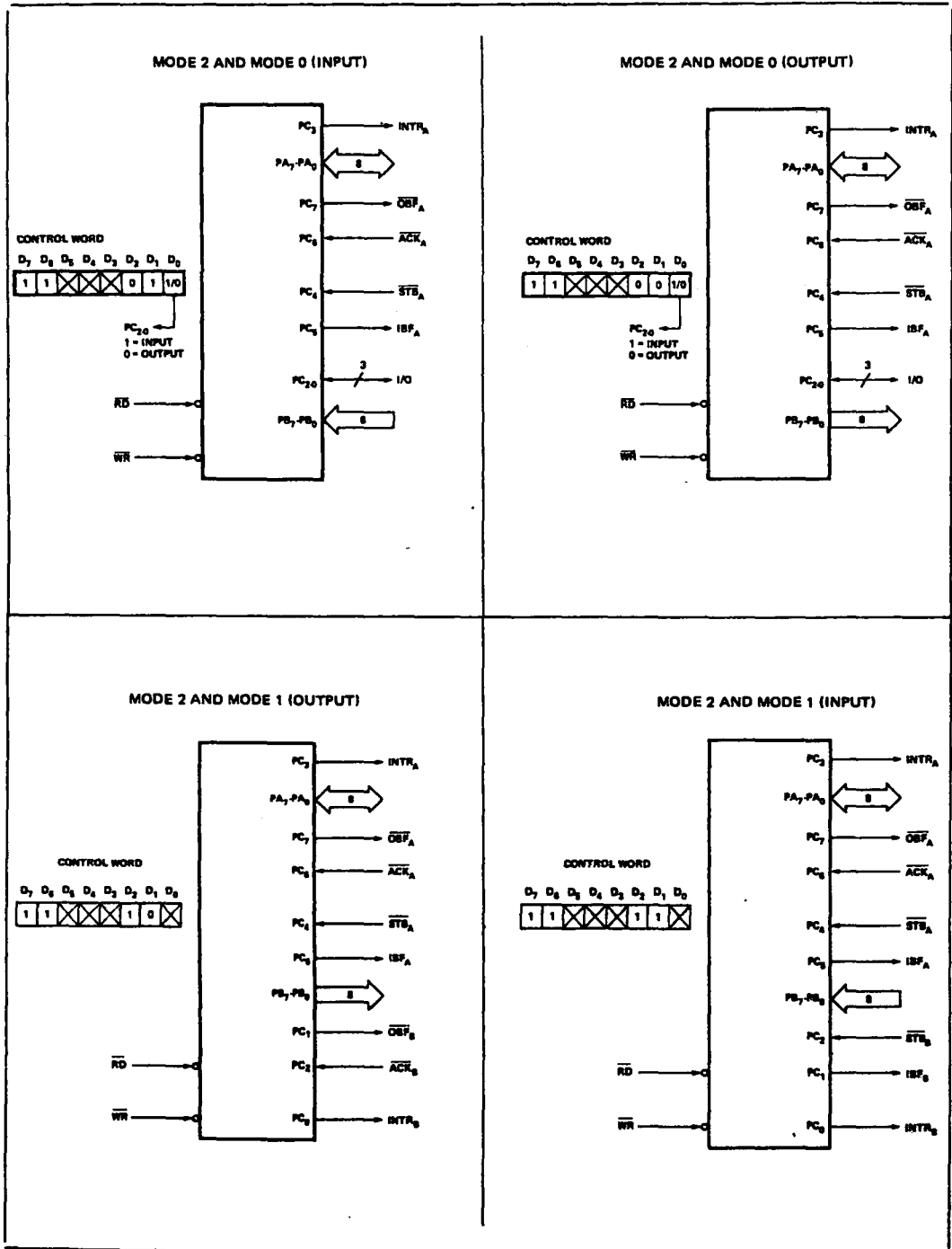


Figure 18. MODE 1/2 Combinations

Mode Definition Summary

	MODE 0		MODE 1		MODE 2	
	IN	OUT	IN	OUT	GROUP A ONLY	
PA <sub>0</sub>	IN	OUT	IN	OUT	↔	
PA <sub>1</sub>	IN	OUT	IN	OUT	↔	
PA <sub>2</sub>	IN	OUT	IN	OUT	↔	
PA <sub>3</sub>	IN	OUT	IN	OUT	↔	
PA <sub>4</sub>	IN	OUT	IN	OUT	↔	
PA <sub>5</sub>	IN	OUT	IN	OUT	↔	
PA <sub>6</sub>	IN	OUT	IN	OUT	↔	
PA <sub>7</sub>	IN	OUT	IN	OUT	↔	
PB <sub>0</sub>	IN	OUT	IN	OUT	—	
PB <sub>1</sub>	IN	OUT	IN	OUT	—	
PB <sub>2</sub>	IN	OUT	IN	OUT	—	
PB <sub>3</sub>	IN	OUT	IN	OUT	—	
PB <sub>4</sub>	IN	OUT	IN	OUT	—	
PB <sub>5</sub>	IN	OUT	IN	OUT	—	
PB <sub>6</sub>	IN	OUT	IN	OUT	—	
PB <sub>7</sub>	IN	OUT	IN	OUT	—	
PC <sub>0</sub>	IN	OUT	INTR <sub>B</sub>	INTR <sub>B</sub>	I/O	
PC <sub>1</sub>	IN	OUT	IBF <sub>B</sub>	OBFB	I/O	
PC <sub>2</sub>	IN	OUT	STB <sub>B</sub>	ACK <sub>B</sub>	I/O	
PC <sub>3</sub>	IN	OUT	INTR <sub>A</sub>	INTR <sub>A</sub>	INTR <sub>A</sub>	
PC <sub>4</sub>	IN	OUT	STB <sub>A</sub>	I/O	STB <sub>A</sub>	
PC <sub>5</sub>	IN	OUT	IBF <sub>A</sub>	I/O	IBF <sub>A</sub>	
PC <sub>6</sub>	IN	OUT	I/O	ACK <sub>A</sub>	ACK <sub>A</sub>	
PC <sub>7</sub>	IN	OUT	I/O	OBFA	OBFA	

MODE 0  
OR MODE 1  
ONLY

Special Mode Combination Considerations

There are several combinations of modes when not all of the bits in Port C are used for control or status. The remaining bits can be used as follows:

If Programmed as Inputs –  
All input lines can be accessed during a normal Port C read.

If Programmed as Outputs –  
Bits in C upper (PC<sub>7</sub>-PC<sub>4</sub>) must be individually accessed using the bit set/reset function.

Bits in C lower (PC<sub>3</sub>-PC<sub>0</sub>) can be accessed using the bit set/reset function or accessed as a threesome by writing into Port C.

Source Current Capability on Port B and Port C

Any set of eight output buffers, selected randomly from Ports B and C can source 1mA at 1.5 volts. This feature allows the 8255 to directly drive Darlington type drivers and high-voltage displays that require such source current.

Reading Port C Status

In Mode 0, Port C transfers data to or from the peripheral device. When the 8255 is programmed to function in Modes 1 or 2, Port C generates or accepts "hand-shaking" signals with the peripheral device. Reading the contents of Port C

allows the programmer to test or verify the "status" of each peripheral device and change the program flow accordingly.

There is no special instruction to read the status information from Port C. A normal read operation of Port C is executed to perform this function.

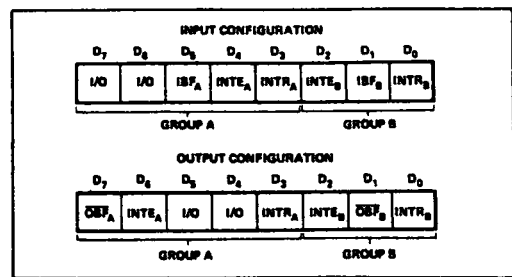


Figure 17. MODE 1 Status Word Format

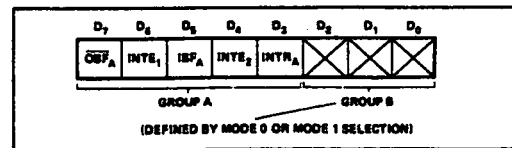


Figure 18. MODE 2 Status Word Format

**APPLICATIONS OF THE 8255A**

The 8255A is a very powerful tool for interfacing peripheral equipment to the microcomputer system. It represents the optimum use of available pins and is flexible enough to interface almost any I/O device without the need for additional external logic.

Each peripheral device in a microcomputer system usually has a "service routine" associated with it. The routine manages the software interface between the device and the CPU. The functional definition of the 8255A is programmed by the I/O service routine and becomes an extension of the system software. By examining the I/O devices interface characteristics for both data transfer and timing, and matching this information to the examples and tables in the detailed operational description, a control word can easily be developed to initialize the 8255A to exactly "fit" the application. Figures 19 through 25 present a few examples of typical applications of the 8255A.

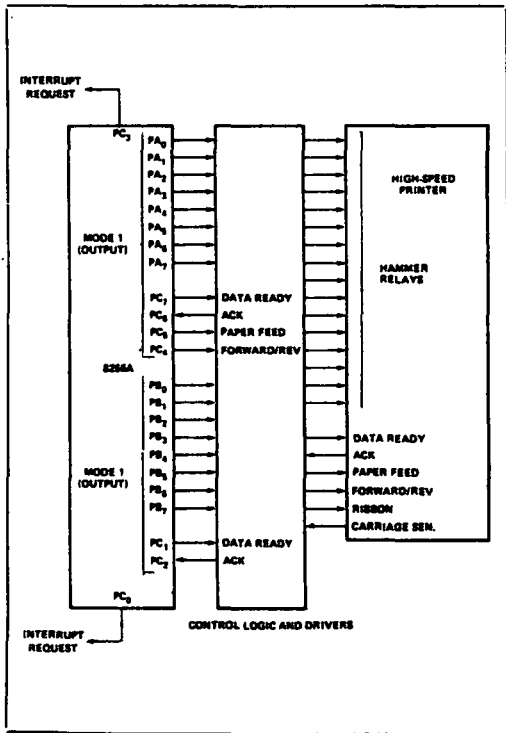


Figure 19. Printer Interface

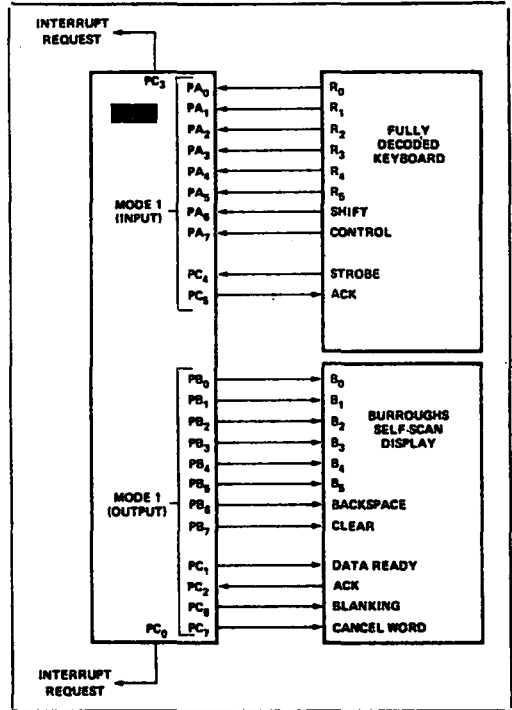


Figure 20. Keyboard and Display Interface

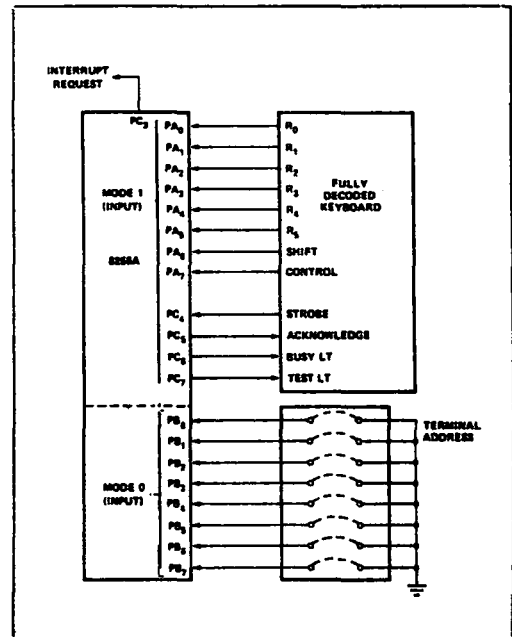


Figure 21. Keyboard and Terminal Address Interface

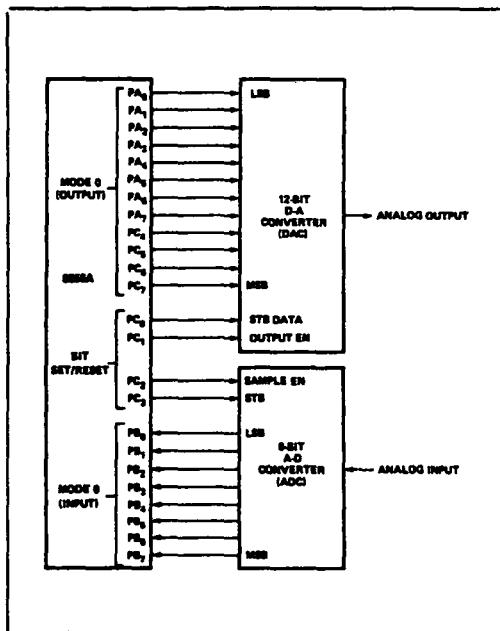


Figure 22. Digital to Analog, Analog to Digital

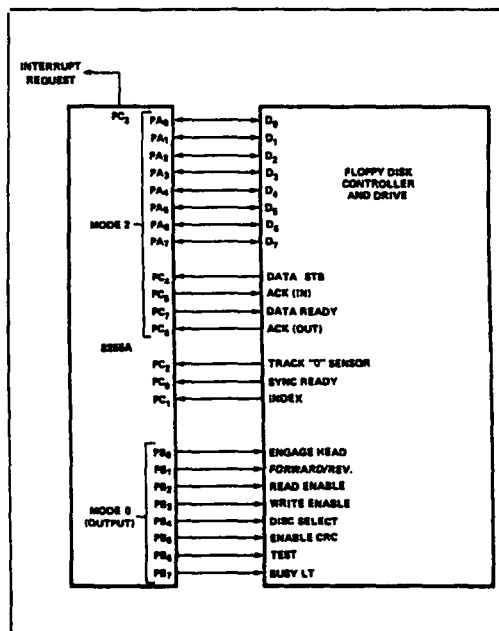


Figure 23. Basic Floppy Disk Interface

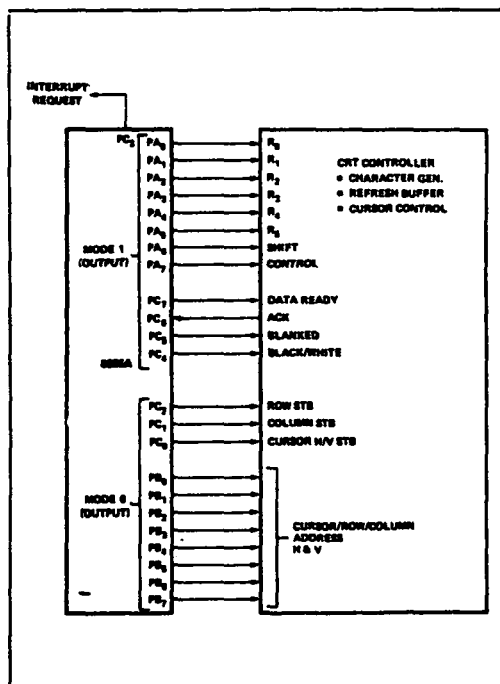


Figure 24. Basic CRT Controller interface

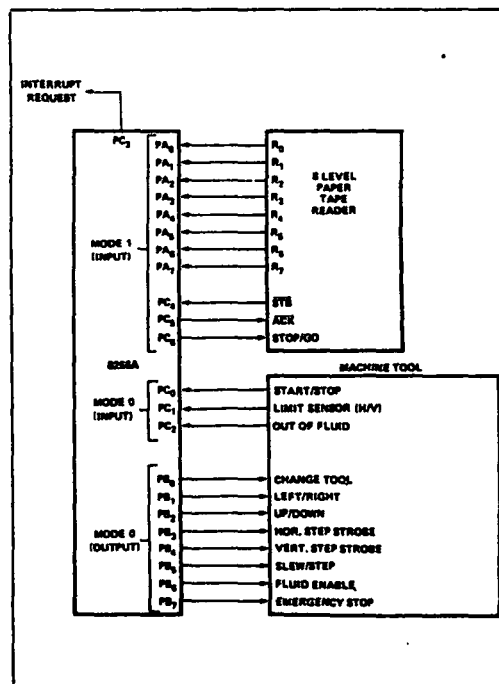


Figure 25. Machine Tool Controller interface



**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS\***

Ambient Temperature Under Bias . . . . . 0°C to 70°C  
 Storage Temperature . . . . . -65°C to +150°C  
 Voltage on Any Pin  
   With Respect to Ground . . . . . -0.5V to +7V  
 Power Dissipation . . . . . 1 Watt

*\*NOTICE: Stresses above those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.*

**D.C. CHARACTERISTICS** (T<sub>A</sub> = 0°C to 70°C, V<sub>CC</sub> = +5V ± 10%, GND = 0V) \*

Symbol	Parameter	Min.	Max.	Unit	Test Conditions
V <sub>IL</sub>	Input Low Voltage	-0.5	0.8	V	
V <sub>IH</sub>	Input High Voltage	2.0	V <sub>CC</sub>	V	
V <sub>OL</sub> (DB)	Output Low Voltage (Data Bus)		0.45*	V	I <sub>OL</sub> = 2.5mA
V <sub>OL</sub> (PER)	Output Low Voltage (Peripheral Port)		0.45*	V	I <sub>OL</sub> = 1.7mA
V <sub>OH</sub> (DB)	Output High Voltage (Data Bus)	2.4		V	I <sub>OH</sub> = -400µA
V <sub>OH</sub> (PER)	Output High Voltage (Peripheral Port)	2.4		V	I <sub>OH</sub> = -200µA
I <sub>DAR</sub> <sup>(1)</sup>	Darlington Drive Current	-1.0	-4.0	mA	R <sub>EXT</sub> = 750Ω; V <sub>EXT</sub> = 1.5V
I <sub>CC</sub>	Power Supply Current		120	mA	
I <sub>IL</sub>	Input Load Current		±10	µA	V <sub>IN</sub> = V <sub>CC</sub> to 0V
I <sub>OFL</sub>	Output Float Leakage		±10	µA	V <sub>OUT</sub> = V <sub>CC</sub> to .45V

**NOTE:**  
 1. Available on any 8 pins from Port B and C.

**CAPACITANCE** (T<sub>A</sub> = 25°C, V<sub>CC</sub> = GND = 0V)

Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit	Test Conditions
C <sub>IN</sub>	Input Capacitance			10	pF	f <sub>c</sub> = 1MHz
C <sub>I/O</sub>	I/O Capacitance			20	pF	Unmeasured pins returned to GND

**A.C. CHARACTERISTICS** (T<sub>A</sub> = 0°C to 70°C, V<sub>CC</sub> = +5V ± 10%, GND = 0V) \*

**Bus Parameters**  
**READ**

Symbol	Parameter	8255A		8255A-5		Unit
		Min.	Max.	Min.	Max.	
t <sub>AR</sub>	Address Stable Before READ	0		0		ns
t <sub>RA</sub>	Address Stable After READ	0		0		ns
t <sub>RR</sub>	READ Pulse Width	300		300		ns
t <sub>RD</sub>	Data Valid From READ <sup>(1)</sup>		250		200	ns
t <sub>DF</sub>	Data Float After READ	10	150	10	100	ns
t <sub>RV</sub>	Time Between READs and/or WRITEs	850		850		ns



**A.C. CHARACTERISTICS (Continued)**

**WRITE**

Symbol	Parameter	8255A		8255A-5		Unit
		Min.	Max.	Min.	Max.	
t <sub>AW</sub>	Address Stable Before WRITE	0		0		ns
t <sub>WA</sub>	Address Stable After WRITE	20		20		ns
t <sub>WW</sub>	WRITE Pulse Width	400		300		ns
t <sub>DW</sub>	Data Valid to WRITE (T.E.)	100		100		ns
t <sub>WD</sub>	Data Valid After WRITE	30		30		ns

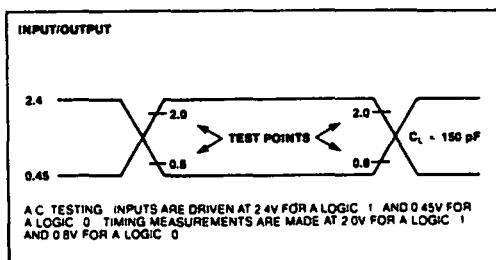
**OTHER TIMINGS**

Symbol	Parameter	8255A		8255A-5		Unit
		Min.	Max.	Min.	Max.	
t <sub>WB</sub>	WR = 1 to Output <sup>1</sup>		350		350	ns
t <sub>IR</sub>	Peripheral Data Before RD	0		0		ns
t <sub>HR</sub>	Peripheral Data After RD	0		0		ns
t <sub>AK</sub>	ACK Pulse Width	300		300		ns
t <sub>ST</sub>	STB Pulse Width	500		500		ns
t <sub>PS</sub>	Per. Data Before T.E. of STB	0		0		ns
t <sub>PH</sub>	Per. Data After T.E. of STB	180		180		ns
t <sub>AD</sub>	ACK = 0 to Output <sup>1</sup>		300		300	ns
t <sub>KD</sub>	ACK = 1 to Output Float	20	250	20	250	ns
t <sub>WOB</sub>	WR = 1 to OBF = 0 <sup>1</sup>		650		650	ns
t <sub>AOB</sub>	ACK = 0 to OBF = 1 <sup>1</sup>		350		350	ns
t <sub>SIB</sub>	STB = 0 to IBF = 1 <sup>1</sup>		300		300	ns
t <sub>RIB</sub>	RD = 1 to IBF = 0 <sup>1</sup>		300		300	ns
t <sub>RIT</sub>	RD = 0 to INTR = 0 <sup>1</sup>		400		400	ns
t <sub>SIT</sub>	STB = 1 to INTR = 1 <sup>1</sup>		300		300	ns
t <sub>AIT</sub>	ACK = 1 to INTR = 1 <sup>1</sup>		350		350	ns
t <sub>WIT</sub>	WR = 0 to INTR = 0 <sup>1,3</sup>		450		450	ns

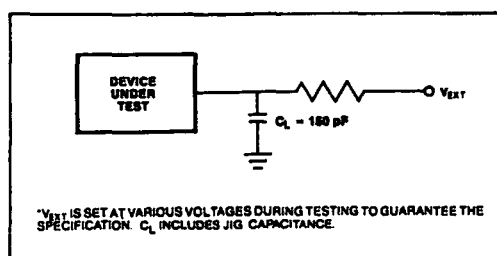
**NOTES:**

1. Test Conditions: C<sub>L</sub> = 150 pF.
  2. Period of Reset pulse must be at least 50µs during or after power on. Subsequent Reset pulse can be 500 ns min.
  3. INTR<sup>†</sup> may occur as early as WR<sub>L</sub>.
- \* For Extended Temperature EXPRESS, use M8255A electrical parameters.

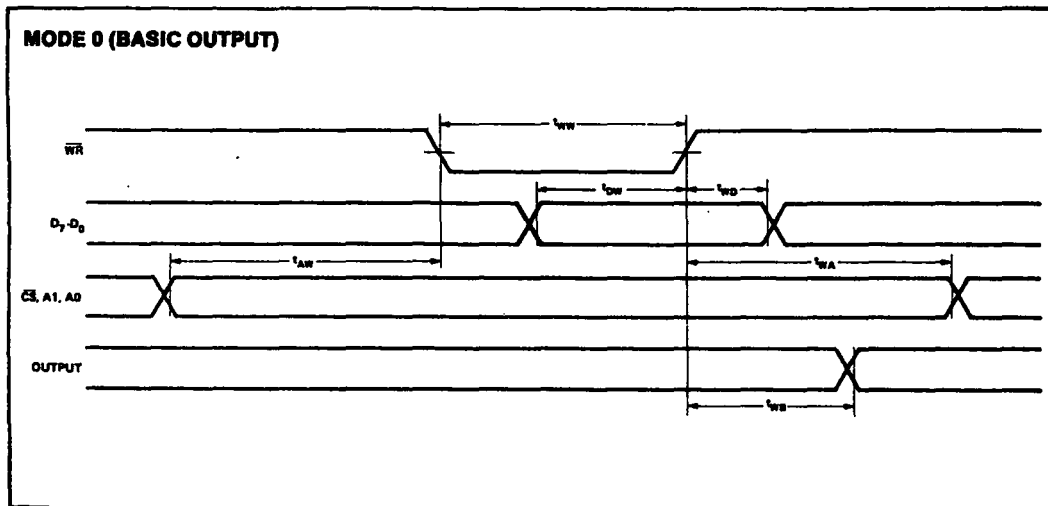
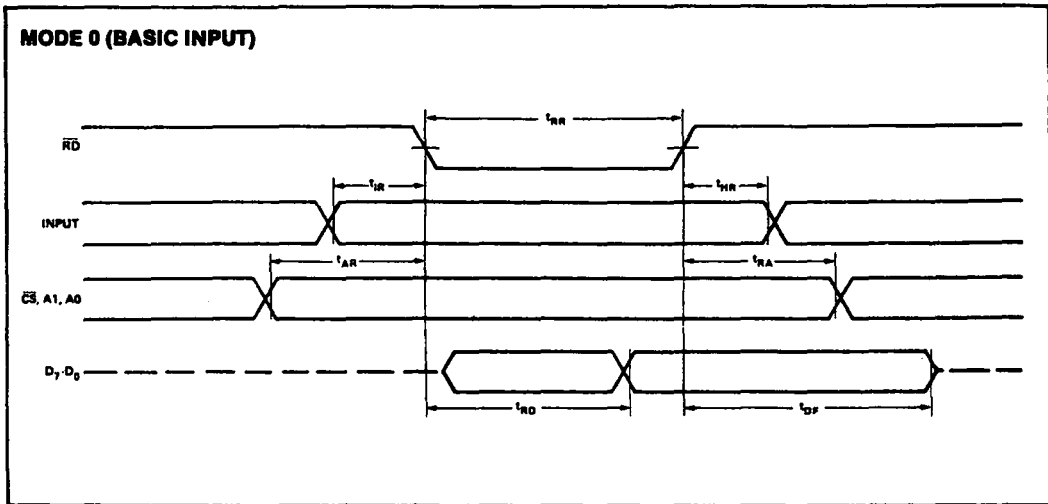
**A.C. TESTING INPUT, OUTPUT WAVEFORM**



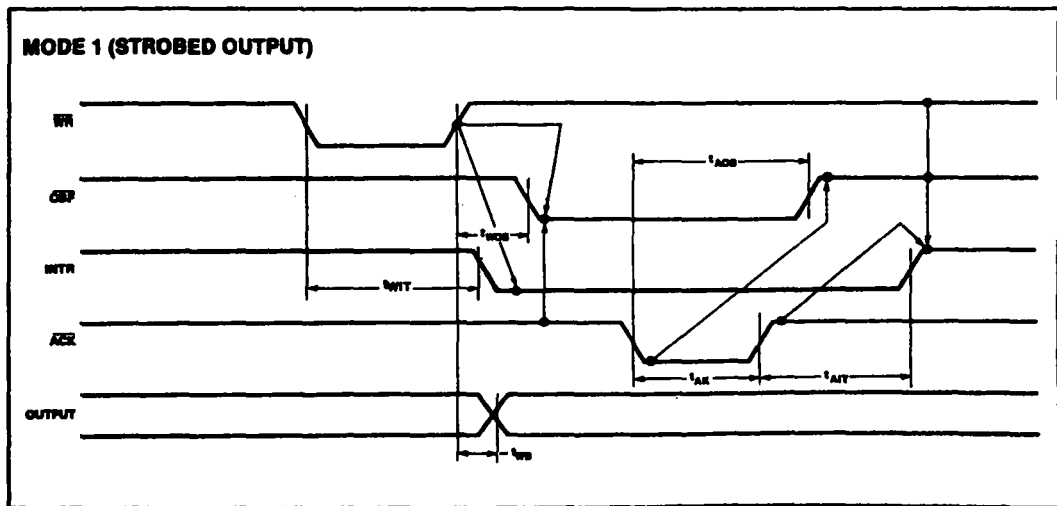
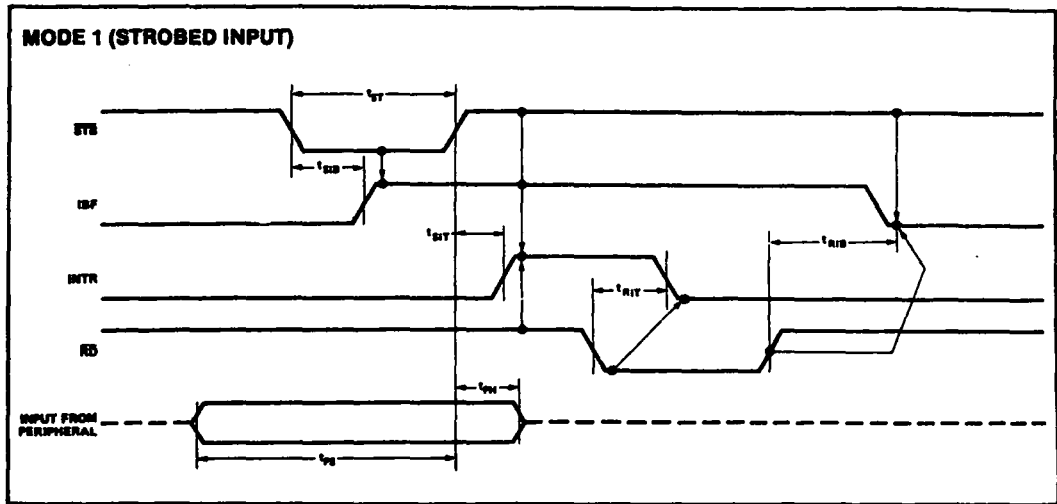
**A.C. TESTING LOAD CIRCUIT**



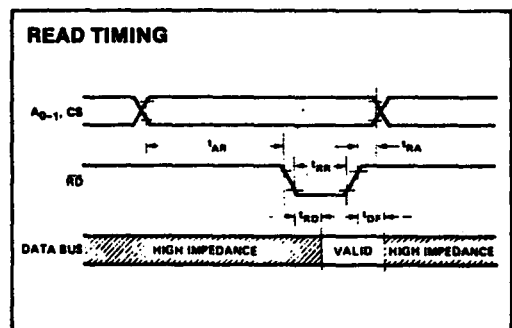
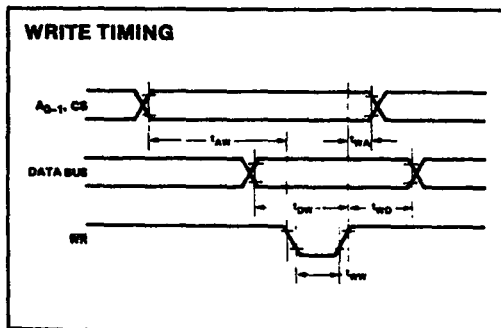
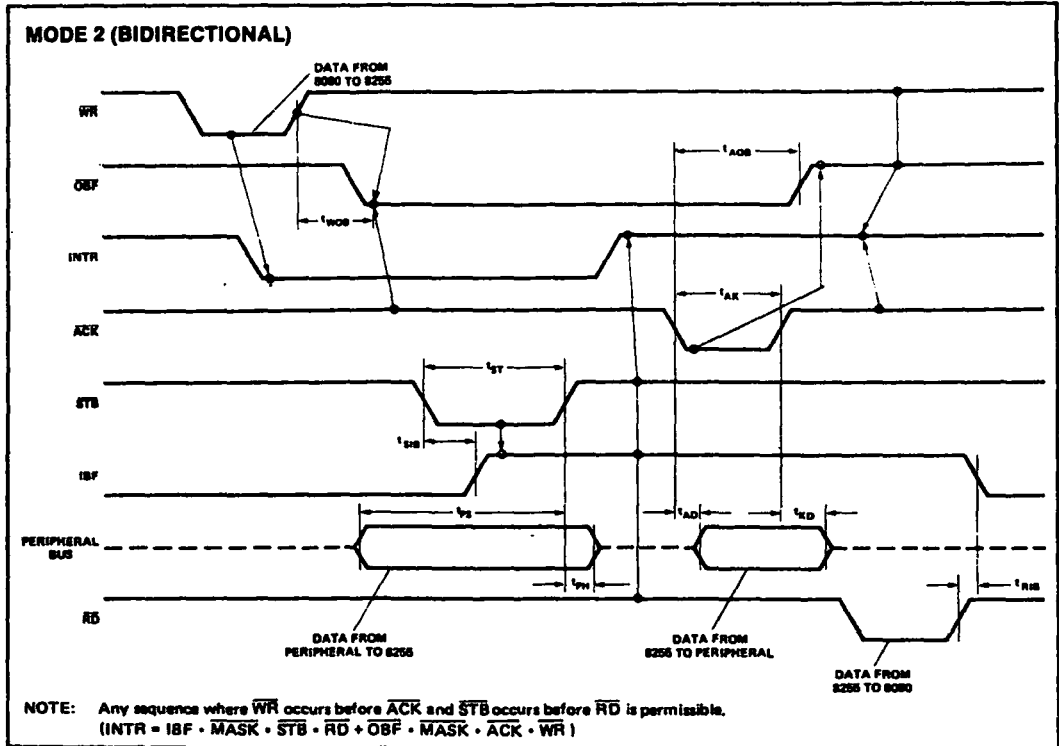
WAVEFORMS



WAVEFORMS (Continued)



WAVEFORMS (Continued)





## DAC0808/DAC0807/DAC0806 8-Bit D/A Converters

### General Description

The DAC0808 series is an 8-bit monolithic digital-to-analog converter (DAC) featuring a full scale output current settling time of 150 ns while dissipating only 33 mW with  $\pm 5V$  supplies. No reference current ( $I_{REF}$ ) trimming is required for most applications since the full scale output current is typically  $\pm 1$  LSB of  $255 I_{REF} / 256$ . Relative accuracies of better than  $\pm 0.19\%$  assure 8-bit monotonicity and linearity while zero level output current of less than  $4 \mu A$  provides 8-bit zero accuracy for  $I_{REF} \geq 2$  mA. The power supply currents of the DAC0808 series are independent of bit codes, and exhibits essentially constant device characteristics over the entire supply voltage range.

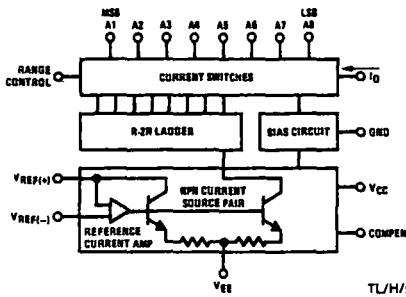
The DAC0808 will interface directly with popular TTL, DTL or CMOS logic levels, and is a direct replacement for the

MC1508/MC1408. For higher speed applications, see DAC0800 data sheet.

### Features

- Relative accuracy:  $\pm 0.19\%$  error maximum (DAC0808)
- Full scale current match:  $\pm 1$  LSB typ
- 7 and 6-bit accuracy available (DAC0807, DAC0806)
- Fast settling time: 150 ns typ
- Noninverting digital inputs are TTL and CMOS compatible
- High speed multiplying input slew rate:  $8 \text{ mA}/\mu\text{s}$
- Power supply voltage range:  $\pm 4.5V$  to  $\pm 18V$
- Low power consumption:  $33 \text{ mW} @ \pm 5V$

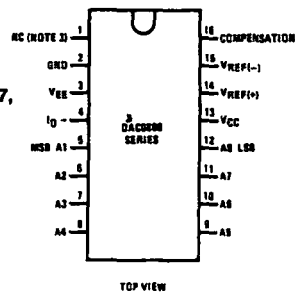
### Block and Connection Diagrams



TL/H/5687-1

Order Number  
DAC0808, DAC0807,  
or DAC0806  
See NS Package  
Number J16A,  
M16A or N16A

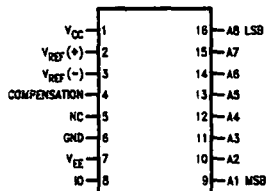
#### Dual-In-Line Package



TOP VIEW

TL/H/5687-2

#### Small-Outline Package



Top View

TL/H/5687-13

### Ordering Information

ACCURACY	OPERATING TEMPERATURE RANGE	ORDER NUMBERS				
		J PACKAGE (J16A)*		N PACKAGE (N16A)*		SO PACKAGE (M16A)
8-bit	$-55^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$	DAC0808LJ	MC1508L8	DAC0808LCN	MC1408P8	DAC0808LCM
8-bit	$0^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +75^{\circ}\text{C}$	DAC0808LCJ	MC1408L8	DAC0807LCN	MC1408P7	DAC0807LCM
7-bit	$0^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +75^{\circ}\text{C}$	DAC0807LCJ	MC1408L7	DAC0806LCN	MC1408P6	DAC0806LCM
6-bit	$0^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +75^{\circ}\text{C}$	DAC0806LCJ	MC1408L6			

\*Note. Devices may be ordered by using either order number.

### Absolute Maximum Ratings (Note 1)

If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/Distributors for availability and specifications.

Power Supply Voltage		
$V_{CC}$		+18 $V_{DC}$
$V_{EE}$		-18 $V_{DC}$
Digital Input Voltage, $V_5$ - $V_{12}$		-10 $V_{DC}$ to +18 $V_{DC}$
Applied Output Voltage, $V_O$		-11 $V_{DC}$ to +18 $V_{DC}$
Reference Current, $I_{14}$		5 mA
Reference Amplifier Inputs, $V_{14}$ , $V_{15}$		$V_{CC}$ , $V_{EE}$
Power Dissipation (Note 3)		1000 mW
ESD Susceptibility (Note 4)		TBD

Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Lead Temp. (Soldering, 10 seconds)	
Dual-In-Line Package (Plastic)	260°C
Dual-In-Line Package (Ceramic)	300°C
Surface Mount Package	
Vapor Phase (60 seconds)	215°C
Infrared (15 seconds)	220°C

### Operating Ratings

Temperature Range	$T_{MIN} \leq T_A \leq T_{MAX}$
DAC0808L	-55°C $\leq T_A \leq$ +125°C
DAC0808LC Series	0 $\leq T_A \leq$ +75°C

### Electrical Characteristics

( $V_{CC} = 5V$ ,  $V_{EE} = -15 V_{DC}$ ,  $V_{REF}/R_{14} = 2 mA$ , DAC0808:  $T_A = -55^\circ C$  to  $+125^\circ C$ , DAC0808C, DAC0807C, DAC0806C,  $T_A = 0^\circ C$  to  $+75^\circ C$ , and all digital inputs at high logic level unless otherwise noted.)

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units
$E_r$	Relative Accuracy (Error Relative to Full Scale $I_O$ )	(Figure 4)				%
	DAC0808L (LM1508-8), DAC0808LC (LM1408-8)				$\pm 0.19$	%
	DAC0807LC (LM1408-7), (Note 5)				$\pm 0.39$	%
	DAC0808LC (LM1408-6), (Note 5)				$\pm 0.78$	%
	Settling Time to Within $1/2$ LSB (Includes $t_{PLH}$ )	$T_A = 25^\circ C$ (Note 6), (Figure 5)		150		
$t_{PLH}$ , $t_{PHL}$	Propagation Delay Time	$T_A = 25^\circ C$ , (Figure 5)		30	100	ns
$TC_{I_O}$	Output Full Scale Current Drift			$\pm 20$		ppm/ $^\circ C$
MSB $V_{IH}$ $V_{IL}$	Digital Input Logic Levels	(Figure 3)				
	High Level, Logic "1"		2		0.8	$V_{DC}$
	Low Level, Logic "0"					$V_{DC}$
MSB	Digital Input Current	(Figure 3)				
	High Level	$V_{IH} = 5V$		0	0.040	mA
	Low Level	$V_{IL} = 0.8V$		-0.003	-0.8	mA
$I_{15}$	Reference Input Bias Current	(Figure 3)		-1	-3	$\mu A$
	Output Current Range	(Figure 3)				
$I_O$	Output Current	$V_{EE} = -5V$	0	2.0	2.1	mA
		$V_{EE} = -15V$ , $T_A = 25^\circ C$	0	2.0	4.2	mA
		$V_{REF} = 2.000V$ , $R_{14} = 1000\Omega$ , (Figure 3)	1.9	1.99	2.1	mA
	Output Current, All Bits Low	(Figure 3)		0	4	$\mu A$
	Output Voltage Compliance (Note 2)	$E_r \leq 0.19\%$ , $T_A = 25^\circ C$				
	$V_{EE} = -5V$ , $I_{REF} = 1 mA$				-0.55, +0.4	$V_{DC}$
	$V_{EE}$ Below -10V				-5.0, +0.4	$V_{DC}$

**Electrical Characteristics** (Continued)

(V<sub>CC</sub> = 5V, V<sub>EE</sub> = -15 V<sub>DC</sub>, V<sub>REF</sub>/R14 = 2 mA, DAC0808: T<sub>A</sub> = -55°C to +125°C, DAC0808C, DAC0807C, DAC0806C, T<sub>A</sub> = 0°C to +75°C, and all digital inputs at high logic level unless otherwise noted.)

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units
SRI <sub>REF</sub>	Reference Current Slew Rate	(Figure 6)	4	8		mA/μs
	Output Current Power Supply Sensitivity	-5V ≤ V <sub>EE</sub> ≤ -16.5V		0.05	2.7	μA/V
I <sub>CC</sub> I <sub>EE</sub>	Power Supply Current (All Bits Low)	(Figure 3)		2.3 -4.3	22 -13	mA mA
V <sub>CC</sub> V <sub>EE</sub>	Power Supply Voltage Range	T <sub>A</sub> = 25°C, (Figure 3)	4.5 -4.5	5.0 -15	5.5 -16.5	V <sub>DC</sub> V <sub>DC</sub>
	Power Dissipation All Bits Low	V <sub>CC</sub> = 5V, V <sub>EE</sub> = -5V		33	170	mW
	All Bits High	V <sub>CC</sub> = 5V, V <sub>EE</sub> = -15V V <sub>CC</sub> = 15V, V <sub>EE</sub> = -5V V <sub>CC</sub> = 15V, V <sub>EE</sub> = -15V		106 90 160	305	mW mW mW

**Note 1:** Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur. DC and AC electrical specifications do not apply when operating the device beyond its specified operating conditions.

**Note 2:** Range control is not required.

**Note 3:** The maximum power dissipation must be derated at elevated temperatures and is dictated by T<sub>JMAX</sub>, θ<sub>JA</sub>, and the ambient temperature, T<sub>A</sub>. The maximum allowable power dissipation at any temperature is P<sub>D</sub> = (T<sub>JMAX</sub> - T<sub>A</sub>)/θ<sub>JA</sub> or the number given in the Absolute Maximum Ratings, whichever is lower. For this device, T<sub>JMAX</sub> = 125°C, and the typical junction-to-ambient thermal resistance of the dual-in-line J package when the board mounted is 100°C/W. For the dual-in-line N package, this number increases to 175°C/W and for the small outline M package this number is 100°C/W.

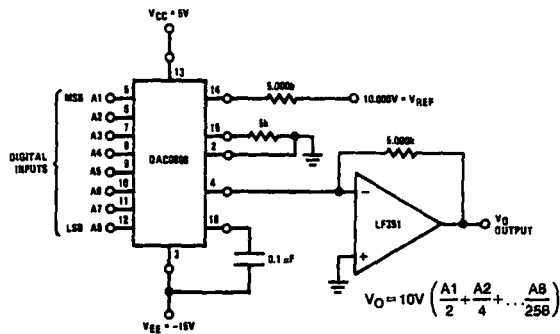
**Note 4:** Human body model, 100 pF discharged through a 1.5 kΩ resistor.

**Note 5:** All current switches are tested to guarantee at least 50% of rated current.

**Note 6:** All bits switched.

**Note 7:** Pin-out numbers for the DAL080X represent the dual-in-line package. The small outline package pinout differs from the dual-in-line package.

**Typical Application**

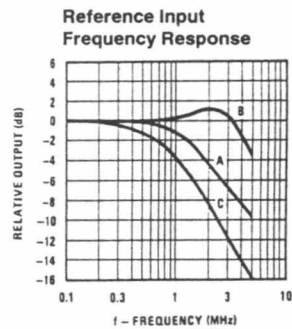
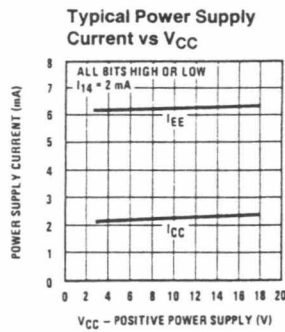
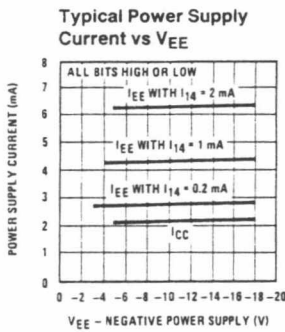
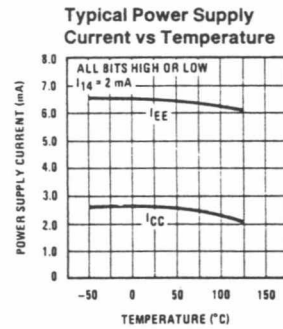
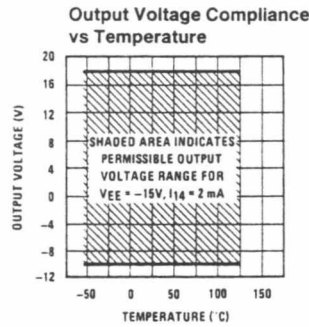
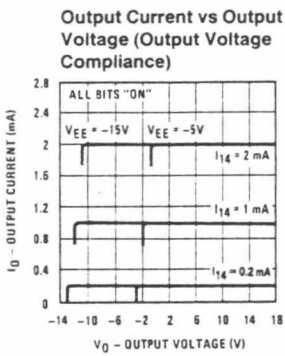
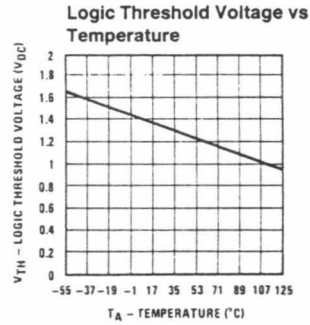
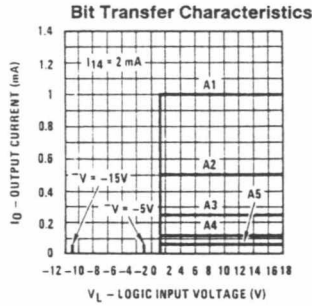
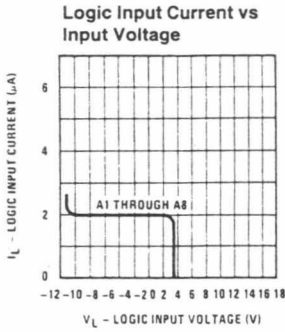


TL/H/5687-3

**FIGURE 1. +10V Output Digital to Analog Converter (Note 7)**

### Typical Performance Characteristics

$V_{CC} = 5V, V_{EE} = -15V, T_A = 25^\circ C$ , unless otherwise noted



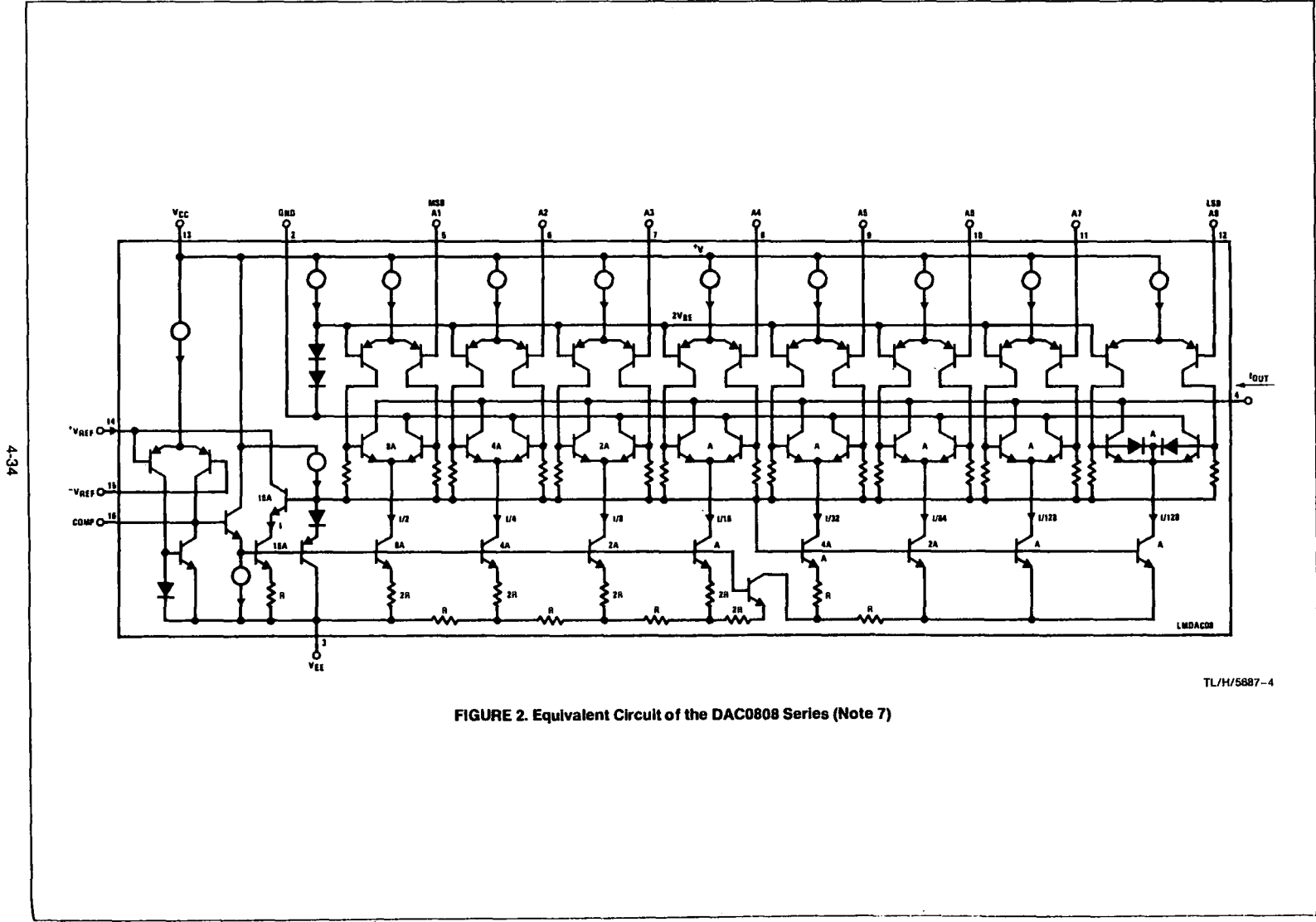
TL/H/5687-5

Unless otherwise specified:  $R_{14} = R_{15} = 1 k\Omega, C = 15 pF$ , pin 16 to  $V_{EE}$ ;  $R_L = 50\Omega$ , pin 4 to ground.

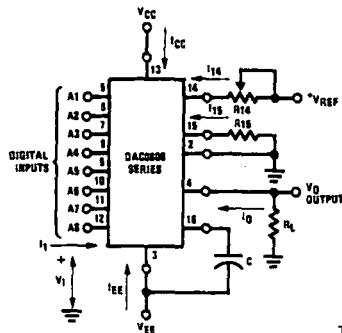
**Curve A:** Large Signal Bandwidth Method of Figure 7,  $V_{REF} = 2 V_{p-p}$  offset 1 V above ground.

**Curve B:** Small Signal Bandwidth Method of Figure 7,  $R_L = 250\Omega, V_{REF} = 50 mV_{p-p}$  offset 200 mV above ground.

**Curve C:** Large and Small Signal Bandwidth Method of Figure 9 (no op amp,  $R_L = 50\Omega, R_S = 50\Omega, V_{REF} = 2V, V_S = 100 mV_{p-p}$  centered at 0V).



**Test Circuits**



$V_I$  and  $I_1$  apply to inputs A1-A8.

The resistor tied to pin 15 is to temperature compensate the bias current and may not be necessary for all applications.

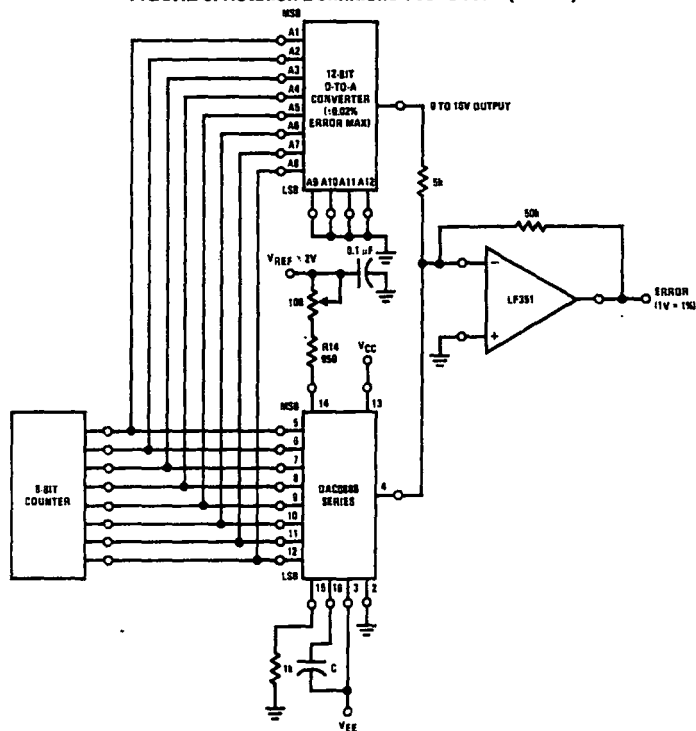
$$I_O = K \left( \frac{A_1}{2} + \frac{A_2}{4} + \frac{A_4}{16} + \frac{A_5}{32} + \frac{A_6}{64} + \frac{A_7}{128} + \frac{A_8}{256} \right)$$

where  $K \cong \frac{V_{REF}}{R_{14}}$

and  $A_N = "1"$  if  $A_N$  is at high level  
 $A_N = "0"$  if  $A_N$  is at low level

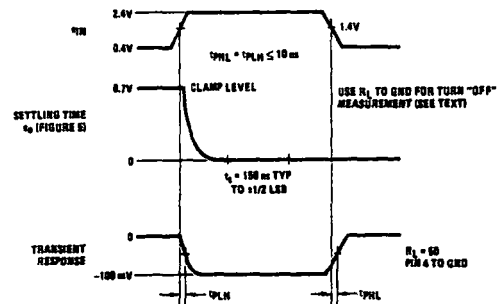
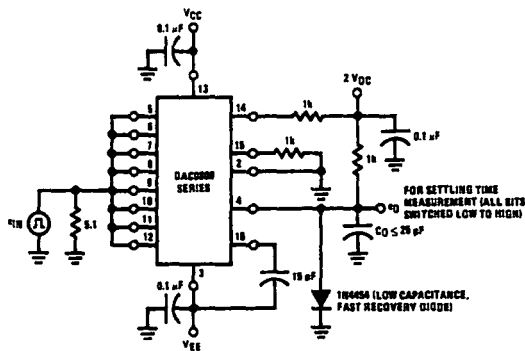
TL/H/5687-8

**FIGURE 3. Notation Definitions Test Circuit (Note 7)**



TL/H/5687-7

**FIGURE 4. Relative Accuracy Test Circuit (Note 7)**



**FIGURE 5. Transient Response and Settling Time (Note 7)**

TL/H/5687-8

## Test Circuits (Continued)

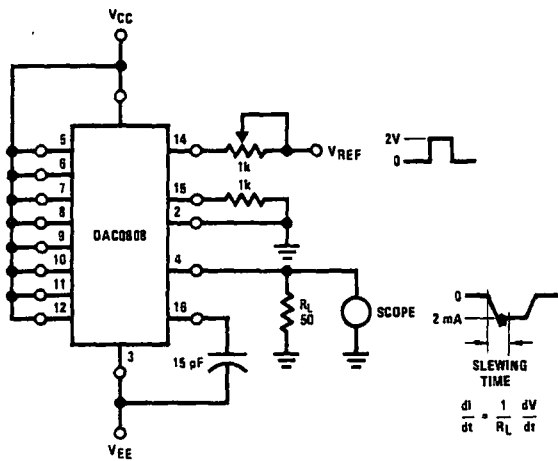


FIGURE 6. Reference Current Slew Rate Measurement (Note 7)

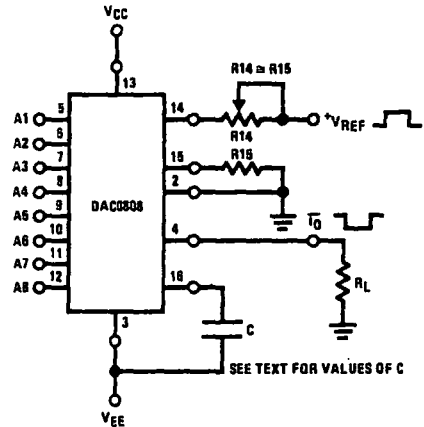


FIGURE 7. Positive  $V_{REF}$  (Note 7)

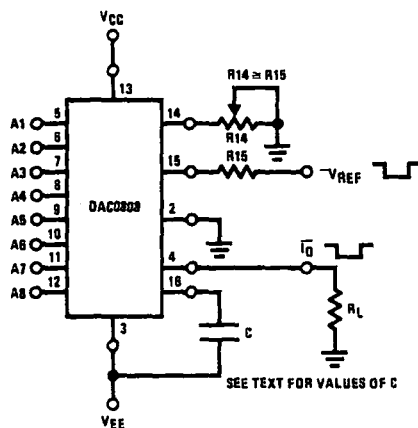


FIGURE 8. Negative  $V_{REF}$  (Note 7)

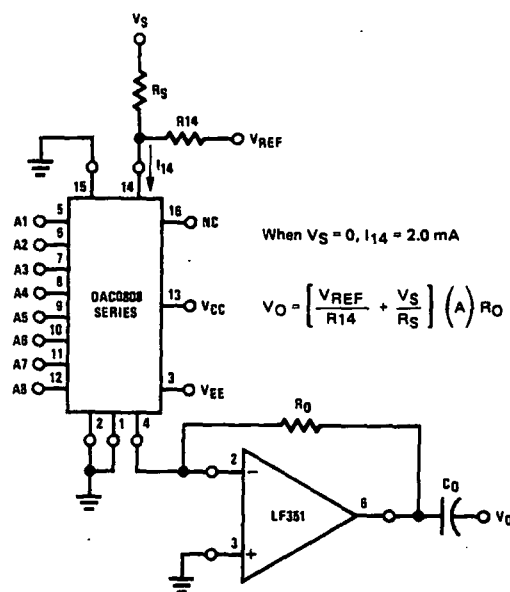


FIGURE 9. Programmable Gain Amplifier or Digital Attenuator Circuit (Note 7)

## Application Hints

### REFERENCE AMPLIFIER DRIVE AND COMPENSATION

The reference amplifier provides a voltage at pin 14 for converting the reference voltage to a current, and a turn-around circuit or current mirror for feeding the ladder. The reference amplifier input current,  $I_{14}$ , must always flow into pin 14, regardless of the set-up method or reference voltage polarity. Connections for a positive voltage are shown in Figure 7. The reference voltage source supplies the full current  $I_{14}$ . For bipolar reference signals, as in the multiplying mode,

$R_{15}$  can be tied to a negative voltage corresponding to the minimum input level. It is possible to eliminate  $R_{15}$  with only a small sacrifice in accuracy and temperature drift.

The compensation capacitor value must be increased with increases in  $R_{14}$  to maintain proper phase margin; for  $R_{14}$  values of 1, 2.5 and 5 k $\Omega$ , minimum capacitor values are 15, 37 and 75 pF. The capacitor may be tied to either  $V_{EE}$  or ground, but using  $V_{EE}$  increases negative supply rejection.

### Application Hints (Continued)

A negative reference voltage may be used if R14 is grounded and the reference voltage is applied to R15 as shown in *Figure 8*. A high input impedance is the main advantage of this method. Compensation involves a capacitor to  $V_{EE}$  on pin 16, using the values of the previous paragraph. The negative reference voltage must be at least 4V above the  $V_{EE}$  supply. Bipolar input signals may be handled by connecting R14 to a positive reference voltage equal to the peak positive input level at pin 15.

When a DC reference voltage is used, capacitive bypass to ground is recommended. The 5V logic supply is not recommended as a reference voltage. If a well regulated 5V supply which drives logic is to be used as the reference, R14 should be decoupled by connecting it to 5V through another resistor and bypassing the junction of the 2 resistors with 0.1  $\mu$ F to ground. For reference voltages greater than 5V, a clamp diode is recommended between pin 14 and ground.

If pin 14 is driven by a high impedance such as a transistor current source, none of the above compensation methods apply and the amplifier must be heavily compensated, decreasing the overall bandwidth.

#### OUTPUT VOLTAGE RANGE

The voltage on pin 4 is restricted to a range of  $-0.55$  to  $0.4V$  when  $V_{EE} = -5V$  due to the current switching methods employed in the DAC0808.

The negative output voltage compliance of the DAC0808 is extended to  $-5V$  where the negative supply voltage is more negative than  $-10V$ . Using a full-scale current of 1.992 mA and load resistor of 2.5 k $\Omega$  between pin 4 and ground will yield a voltage output of 256 levels between 0 and  $-4.980V$ . Floating pin 1 does not affect the converter speed or power dissipation. However, the value of the load resistor determines the switching time due to increased voltage swing. Values of  $R_L$  up to 500 $\Omega$  do not significantly affect performance, but a 2.5 k $\Omega$  load increases worst-case settling time to 1.2  $\mu$ s (when all bits are switched ON). Refer to the subsequent text section on Settling Time for more details on output loading.

#### OUTPUT CURRENT RANGE

The output current maximum rating of 4.2 mA may be used only for negative supply voltages more negative than  $-8V$ , due to the increased voltage drop across the resistors in the reference current amplifier.

#### ACCURACY

Absolute accuracy is the measure of each output current level with respect to its intended value, and is dependent upon relative accuracy and full-scale current drift. Relative accuracy is the measure of each output current level as a fraction of the full-scale current. The relative accuracy of the DAC0808 is essentially constant with temperature due to

the excellent temperature tracking of the monolithic resistor ladder. The reference current may drift with temperature, causing a change in the absolute accuracy of output current. However, the DAC0808 has a very low full-scale current drift with temperature.

The DAC0808 series is guaranteed accurate to within  $\pm 1/2$  LSB at a full-scale output current of 1.992 mA. This corresponds to a reference amplifier output current drive to the ladder network of 2 mA, with the loss of 1 LSB (8  $\mu$ A) which is the ladder remainder shunted to ground. The input current to pin 14 has a guaranteed value of between 1.9 and 2.1 mA, allowing some mismatch in the NPN current source pair. The accuracy test circuit is shown in *Figure 4*. The 12-bit converter is calibrated for a full-scale output current of 1.992 mA. This is an optional step since the DAC0808 accuracy is essentially the same between 1.5 and 2.5 mA. Then the DAC0808 circuits' full-scale current is trimmed to the same value with R14 so that a zero value appears at the error amplifier output. The counter is activated and the error band may be displayed on an oscilloscope, detected by comparators, or stored in a peak detector.

Two 8-bit D-to-A converters may not be used to construct a 16-bit accuracy D-to-A converter. 16-bit accuracy implies a total error of  $\pm 1/2$  of one part in 65,536 or  $\pm 0.00076\%$ , which is much more accurate than the  $\pm 0.019\%$  specification provided by the DAC0808.

#### MULTIPLYING ACCURACY

The DAC0808 may be used in the multiplying mode with 8-bit accuracy when the reference current is varied over a range of 256:1. If the reference current in the multiplying mode ranges from 16  $\mu$ A to 4 mA, the additional error contributions are less than 1.6  $\mu$ A. This is well within 8-bit accuracy when referred to full-scale.

A monotonic converter is one which supplies an increase in current for each increment in the binary word. Typically, the DAC0808 is monotonic for all values of reference current above 0.5 mA. The recommended range for operation with a DC reference current is 0.5 to 4 mA.

#### SETTLING TIME

The worst-case switching condition occurs when all bits are switched ON, which corresponds to a low-to-high transition for all bits. This time is typically 150 ns for settling to within  $\pm 1/2$  LSB, for 8-bit accuracy, and 100 ns to  $1/2$  LSB for 7 and 6-bit accuracy. The turn OFF is typically under 100 ns. These times apply when  $R_L \leq 500\Omega$  and  $C_O \leq 25$  pF.

Extra care must be taken in board layout since this is usually the dominant factor in satisfactory test results when measuring settling time. Short leads, 100  $\mu$ F supply bypassing for low frequencies, and minimum scope lead length are all mandatory.

**MOTOROLA**  
**SEMICONDUCTOR**  
**TECHNICAL DATA**

**2**

**LM158, LM258,  
LM358, LM2904**

**DUAL DIFFERENTIAL  
INPUT  
OPERATIONAL AMPLIFIERS**

**SILICON MONOLITHIC  
INTEGRATED CIRCUIT**

**DUAL LOW POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS**

Utilizing the circuit designs perfected for recently introduced Quad Operational Amplifiers, these dual operational amplifiers feature 1) low power drain, 2) a common mode input voltage range extending to ground/V<sub>EE</sub>, 3) Single Supply or Split Supply operation and 4) pin outs compatible with the popular MC1558 dual operational amplifier. The LM158 Series is equivalent to one-half of an LM124.

These amplifiers have several distinct advantages over standard operational amplifier types in single supply applications. They can operate at supply voltages as low as 3.0 Volts or as high as 32 Volts with quiescent currents about one-fifth of those associated with the MC1741 (on a per amplifier basis). The common mode input range includes the negative supply, thereby eliminating the necessity for external biasing components in many applications. The output voltage range also includes the negative power supply voltage.

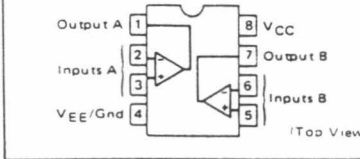
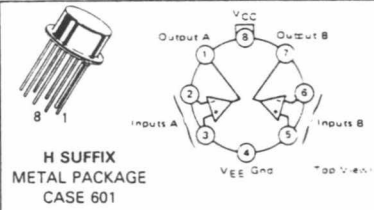
- Short Circuit Protected Outputs
- True Differential Input Stage
- Single Supply Operation: 3.0 to 32 Volts
- Low Input Bias Currents
- Internally Compensated
- Common Mode Range Extends to Negative Supply
- Single and Split Supply Operation
- Similar Performance to the Popular MC1558

**MAXIMUM RATINGS** (T<sub>A</sub> = +25°C unless otherwise noted)

Rating	Symbol	LM158 LM258 LM358	LM2904	Unit
Power Supply Voltages				Vdc
Single Supply	V <sub>CC</sub>	32	26	
Split Supplies	V <sub>CC</sub> , V <sub>EE</sub>	±16	±13	
Input Differential Voltage Range (1)	V <sub>IDR</sub>	±32	±26	Vdc
Input Common Mode Voltage Range (2)	V <sub>ICR</sub>	-0.3 to 32	-0.3 to 26	Vdc
Input Forward Current (3) (V <sub>I</sub> < -0.3 V)	I <sub>IF</sub>	50	—	mA
Output Short Circuit Duration	t <sub>S</sub>	Continuous		
Junction Temperature	T <sub>J</sub>			°C
Ceramic and Metal Packages		175		
Plastic Package		150		
Storage Temperature Range	T <sub>stg</sub>			°C
Ceramic and Metal Packages		-65 to +150		
Plastic Package		-55 to +125		
Operating Ambient Temperature Range	T <sub>A</sub>			°C
LM158		-55 to +125	—	
LM258		-25 to +85	—	
LM358		0 to +70	—	
LM2904		—	-40 to +105	

**NOTES:**

- (1) Split Power Supplies
- (2) For Supply Voltages less than 32 V for the LM158/258/358 and 26 V for the LM2904, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.
- (3) This input current will only exist when the voltage is negative at any of the input leads. Normal output states will reestablish when the input voltage returns to a voltage greater than -0.3 V.



**ORDERING INFORMATION**

Device	Temperature Range	Package
LM158H	-55 to +125°C	Metal Can
LM158J		Ceramic DIP
LM2904D	-40 to +105°C	SO-8
LM2904N		Plastic DIP
LM2904J	-40 to +85°C	Ceramic DIP
LM2904H		Metal Can
LM258D	-25 to +85°C	SO-8
LM258H		Metal Can
LM258J		Ceramic DIP
LM258N		Plastic DIP
LM358D	0 to +70°C	SO-8
LM358H		Metal Can
LM358J		Ceramic DIP
LM358N		Plastic DIP

## LM158, LM258, LM358, LM2904

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $V_{CC} = 5.0\text{ V}$ ,  $V_{EE} = \text{Gnd}$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

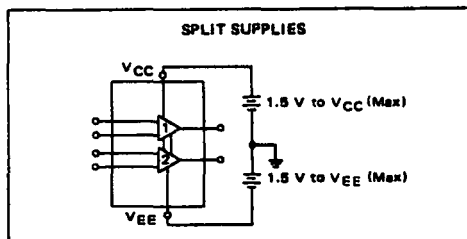
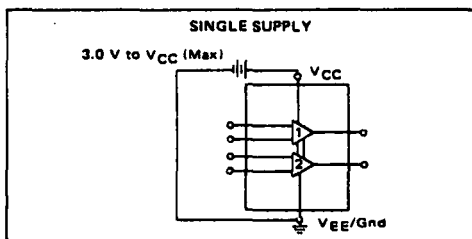
Characteristic	Symbol	LM158/LM258			LM358			LM2904			Unit
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Input Offset Voltage $V_{CC} = 5.0\text{ V}$ to $30\text{ V}$ (26 V for LM2904), $V_{IC} = 0\text{ V}$ to $V_{CC} - 1.7\text{ V}$ , $V_O = 1.4\text{ V}$ , $R_S = 0\ \Omega$ $T_A = 25^\circ\text{C}$ $T_A = T_{\text{high}}$ to $T_{\text{low}}$ (Note 1)	$V_{IO}$	-	2.0	5.0	-	2.0	7.0	-	2.0	7.0	mV
Average Temperature Coefficient of Input Offset Voltage $T_A = T_{\text{high}}$ to $T_{\text{low}}$ (Note 1)	$\Delta V_{IO}/\Delta T$	-	7.0	-	-	7.0	-	-	7.0	-	$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
Input Offset Current $T_A = T_{\text{high}}$ to $T_{\text{low}}$ (Note 1)	$I_{IO}$	-	3.0	30	-	5.0	50	-	5.0	50	nA
Average Temperature Coefficient of Input Offset Current $T_A = T_{\text{high}}$ to $T_{\text{low}}$ (Note 1)	$\Delta I_{IO}/\Delta T$	-	10	-	-	10	-	-	10	-	$\text{pA}/^\circ\text{C}$
Input Bias Current $T_A = T_{\text{high}}$ to $T_{\text{low}}$ (Note 1)	$I_{IB}$	-	-45	-150	-	-45	-250	-	-45	-250	nA
Input Common-Mode Voltage Range (Note 2) $V_{CC} = 30\text{ V}$ (26 V for LM2904) $V_{CC} = 30\text{ V}$ (26 V for LM2904), $T_A = T_{\text{high}}$ to $T_{\text{low}}$	$V_{ICR}$	0	-	28.3	0	-	28.3	0	-	24.3	V
Differential Input Voltage Range	$V_{IDR}$	-	-	$V_{CC}$	-	-	$V_{CC}$	-	-	$V_{CC}$	V
Large Signal Open-Loop Voltage Gain $R_L = 2.0\text{ k}\Omega$ , $V_{CC} = 15\text{ V}$ , For Large $V_O$ Swing, $T_A = T_{\text{high}}$ to $T_{\text{low}}$ (Note 1)	$A_{VOL}$	50	100	-	25	100	-	-	100	-	V/mV
Channel Separation $1.0\text{ kHz} \leq f \leq 20\text{ kHz}$ , Input Referenced	-	-	-120	-	-	-120	-	-	-120	-	dB
Common-Mode Rejection Ratio $R_S \leq 10\text{ k}\Omega$	CMRR	70	85	-	65	70	-	50	70	-	dB
Power Supply Rejection Ratio	PSRR	65	100	-	65	100	-	50	100	-	dB
Output Voltage Range $R_L = 2\text{ k}\Omega$ ( $R_L > 10\text{ k}\Omega$ for LM2904)	$V_{OR}$	0	-	3.3	0	-	3.3	0	-	3.3	V
Output Voltage—High Limit ( $T_A = T_{\text{high}}$ to $T_{\text{low}}$ ) (Note 1) $V_{CC} = 30\text{ V}$ (26 V for LM2904), $R_L = 2\text{ k}\Omega$ $V_{CC} = 30\text{ V}$ (26 V for LM2904), $R_L = 10\text{ k}\Omega$	$V_{OH}$	26	-	-	26	-	-	22	-	-	V
Output Voltage—Low Limit $V_{CC} = 5.0\text{ V}$ , $R_L = 10\text{ k}\Omega$ , $T_A = T_{\text{high}}$ to $T_{\text{low}}$ (Note 1)	$V_{OL}$	-	5.0	20	-	5.0	20	-	5.0	20	mV
Output Source Current $V_{ID} = +1.0\text{ V}$ , $V_{CC} = 15\text{ V}$	$I_{O+}$	20	40	-	20	40	-	20	40	-	mA
Output Sink Current $V_{ID} = -1.0\text{ V}$ , $V_{CC} = 15\text{ V}$ $V_{ID} = -1.0\text{ V}$ , $V_O = 200\text{ mV}$	$I_{O-}$	10	20	-	10	20	-	10	20	-	mA
Output Short Circuit to Ground (Note 3)	$I_{OS}$	-	40	60	-	40	60	-	40	60	mA
Power Supply Current ( $T_A = T_{\text{high}}$ to $T_{\text{low}}$ ) (Note 1) $V_{CC} = 30\text{ V}$ (26 V for LM2904), $V_O = 0\text{ V}$ , $R_L = \infty$ $V_{CC} = 5\text{ V}$ , $V_O = 0\text{ V}$ , $R_L = \infty$	$I_{CC}$	-	1.5	3.0	-	1.5	3.0	-	1.5	3.0	mA

**NOTES:**

- (1)  $T_{\text{low}} = -55^\circ\text{C}$  for LM158       $T_{\text{high}} = +125^\circ\text{C}$  for LM158  
        $= -40^\circ\text{C}$  for LM2904         $= +105^\circ\text{C}$  for LM2904  
        $= -25^\circ\text{C}$  for LM258          $= +85^\circ\text{C}$  for LM258  
        $= 0^\circ\text{C}$  for LM358             $= +70^\circ\text{C}$  for LM358

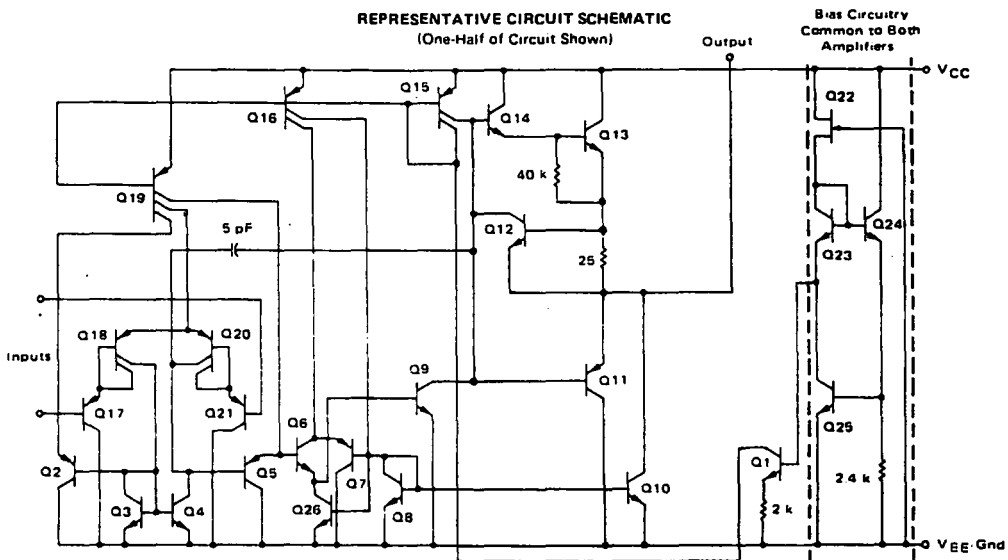
(2) The input common-mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 0.3 V. The upper end of the common-mode voltage range is  $V_{CC} - 1.7\text{ V}$ .

(3) Short circuits from the output to  $V_{CC}$  can cause excessive heating and eventual destruction. Destructive dissipation can result from simultaneous shorts on all amplifiers.

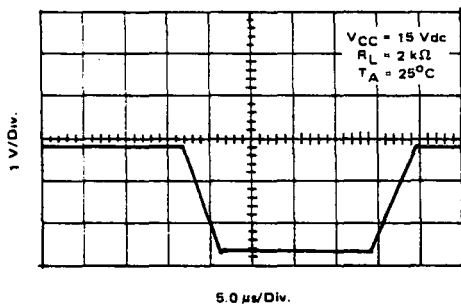


## LM158, LM258, LM358, LM2904

2



**LARGE SIGNAL VOLTAGE FOLLOWER RESPONSE**



**CIRCUIT DESCRIPTION**

The LM158 Series is made using two internally compensated, two-stage operational amplifiers. The first stage of each consists of differential input devices Q20 and Q18 with input buffer transistors Q21 and Q17 and the differential to single ended converter Q3 and Q4. The first stage performs not only the first stage gain function but also performs the level shifting and transconductance reduction functions. By reducing the transconductance a smaller compensation capacitor (only 5 pF) can be employed, thus saving chip area. The transconductance reduction is accomplished by splitting the collectors of Q20 and Q18. Another feature of this input stage is that the input common-mode range can include the negative supply or ground, in single supply operation, without saturating either the input devices or the differential to single-ended converter. The second stage consists of a standard current source load amplifier stage.

Each amplifier is biased from an internal-voltage regulator which has a low temperature coefficient thus giving each amplifier good temperature characteristics as well as excellent power supply rejection.

# LM158, LM258, LM358, LM2904

## TYPICAL PERFORMANCE CURVES

FIGURE 1 – INPUT VOLTAGE RANGE

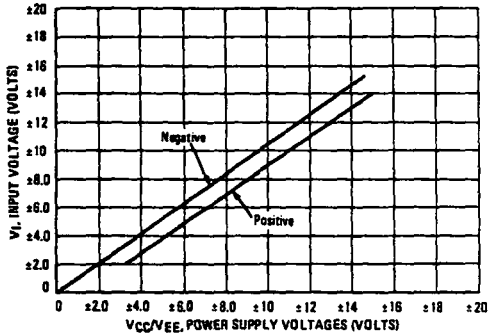


FIGURE 2 – OPEN LOOP FREQUENCY

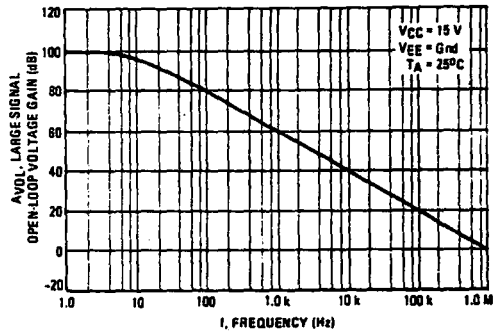


FIGURE 3 – LARGE-SIGNAL FREQUENCY RESPONSE

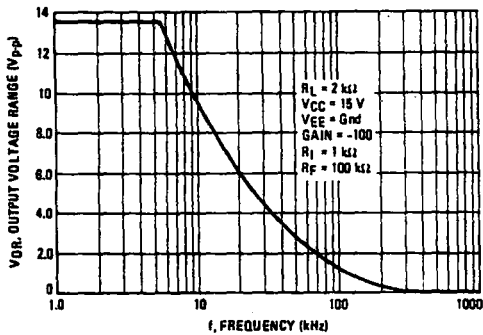


FIGURE 4 – SMALL-SIGNAL VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE (Non-Inverting)

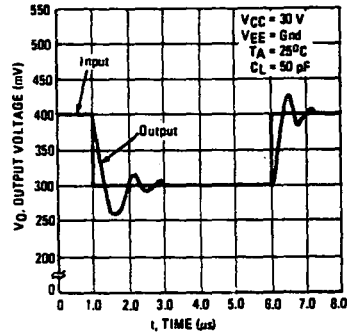


FIGURE 5 – POWER SUPPLY CURRENT versus POWER SUPPLY VOLTAGE

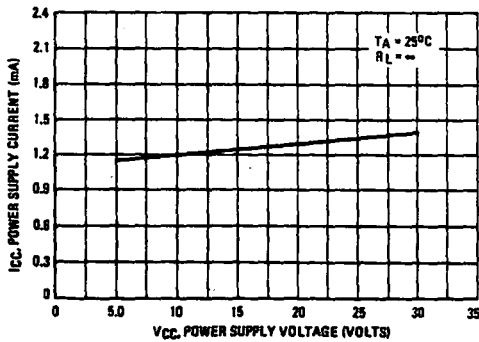
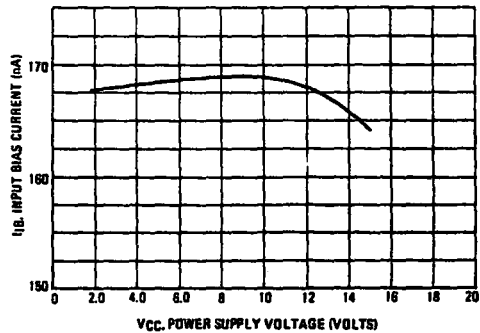


FIGURE 6 – INPUT BIAS CURRENT versus SUPPLY VOLTAGE



# LM158, LM258, LM358, LM2904

## APPLICATIONS INFORMATION

FIGURE 7 - VOLTAGE REFERENCE

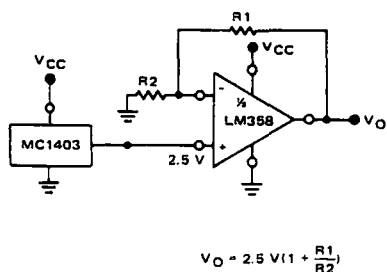


FIGURE 8 - WIEN BRIDGE OSCILLATOR

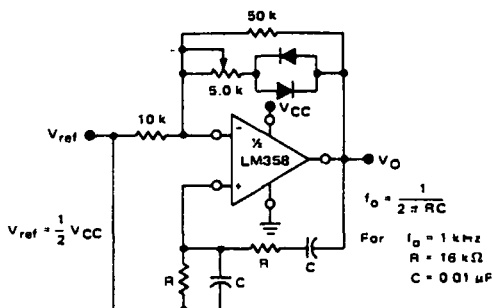


FIGURE 9 - HIGH IMPEDANCE DIFFERENTIAL AMPLIFIER

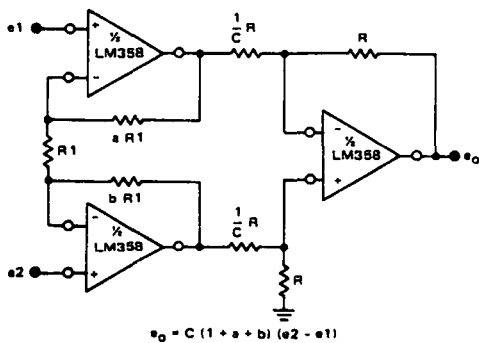


FIGURE 10 - COMPARATOR WITH HYSTERESIS

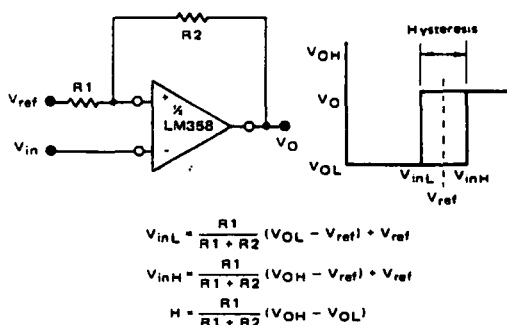
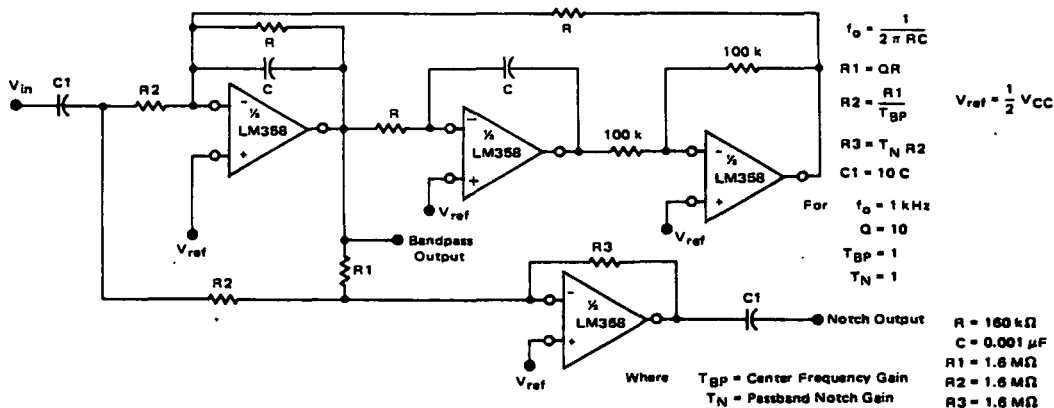


FIGURE 11 - BI-QUAD FILTER



# LM158, LM258, LM358, LM2904

## APPLICATIONS INFORMATION (continued)

FIGURE 12 - FUNCTION GENERATOR

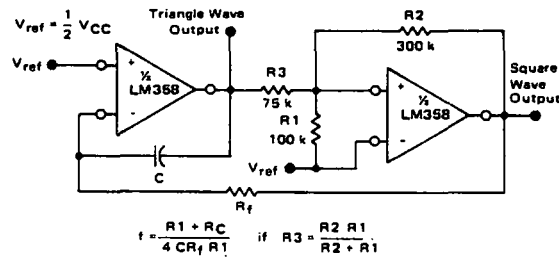
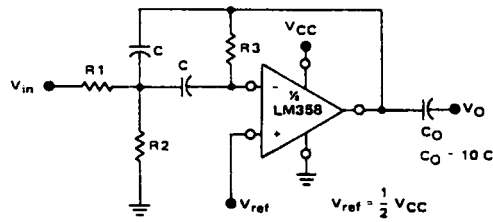


FIGURE 13 - MULTIPLE FEEDBACK BANDPASS FILTER



Given  $f_0$  = Center Frequency  
 $A(f_0)$  = Gain at Center Frequency

Choose Value  $f_0, C$   
 Then

$$R3 = \frac{Q}{\pi f_0 C}$$

$$R1 = \frac{R3}{2 A(f_0)}$$

$$R2 = \frac{R1 R3}{4Q^2 R1 - R3}$$

For less than 10% error from operational amplifier

$$\frac{Q_0 f_0}{BW} < 0.1 \quad \text{Where } f_0 \text{ and BW are expressed in Hz.}$$

If source impedance varies, filter may be preceded with voltage follower buffer to stabilize filter parameters.



## LM131A/LM131, LM231A/LM231, LM331A/LM331 Precision Voltage-to-Frequency Converters

### General Description

The LM131/LM231/LM331 family of voltage-to-frequency converters are ideally suited for use in simple low-cost circuits for analog-to-digital conversion, precision frequency-to-voltage conversion, long-term integration, linear frequency modulation or demodulation, and many other functions. The output when used as a voltage-to-frequency converter is a pulse train at a frequency precisely proportional to the applied input voltage. Thus, it provides all the inherent advantages of the voltage-to-frequency conversion techniques, and is easy to apply in all standard voltage-to-frequency converter applications. Further, the LM131A/LM231A/LM331A attains a new high level of accuracy versus temperature which could only be attained with expensive voltage-to-frequency modules. Additionally the LM131 is ideally suited for use in digital systems at low power supply voltages and can provide low-cost analog-to-digital conversion in microprocessor-controlled systems. And, the frequency from a battery powered voltage-to-frequency converter can be easily channeled through a simple photoisolator to provide isolation against high common mode levels.

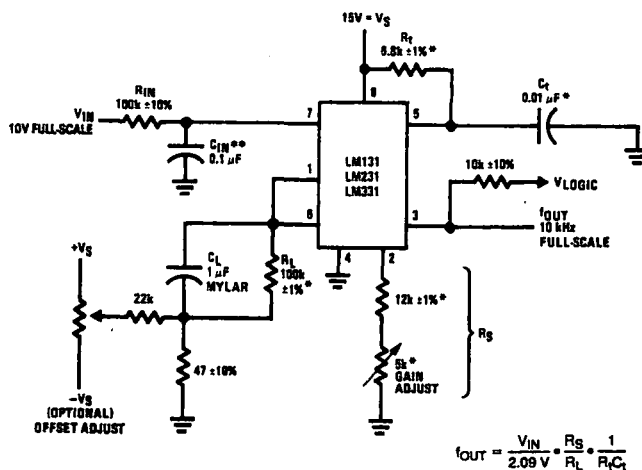
The LM131/LM231/LM331 utilizes a new temperature-compensated band-gap reference circuit, to provide excellent accuracy over the full operating temperature range, at power supplies as low as 4.0V. The precision timer circuit

has low bias currents without degrading the quick response necessary for 100 kHz voltage-to-frequency conversion. And the output is capable of driving 3 TTL loads, or a high voltage output up to 40V, yet is short-circuit-proof against  $V_{CC}$ .

### Features

- Guaranteed linearity 0.01% max
- Improved performance in existing voltage-to-frequency conversion applications
- Split or single supply operation
- Operates on single 5V supply
- Pulse output compatible with all logic forms
- Excellent temperature stability,  $\pm 50$  ppm/ $^{\circ}\text{C}$  max
- Low power dissipation, 15 mW typical at 5V
- Wide dynamic range, 100 dB min at 10 kHz full scale frequency
- Wide range of full scale frequency, 1 Hz to 100 kHz
- Low cost

### Typical Applications



\*Use stable components with low temperature coefficients. See Typical Applications section.

\*\*0.1  $\mu\text{F}$  or 1  $\mu\text{F}$ . See "Principles of Operation."

**FIGURE 1. Simple Stand-Alone Voltage-to-Frequency Converter  
with  $\pm 0.03\%$  Typical Linearity ( $f = 10$  Hz to 11 kHz)**

**Absolute Maximum Ratings** (Note 1)

If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/Distributors for availability and specifications.

	LM131A/LM131	LM231A/LM231	LM331A/LM331
Supply Voltage	40V	40V	40V
Output Short Circuit to Ground	Continuous	Continuous	Continuous
Output Short Circuit to $V_{CC}$	Continuous	Continuous	Continuous
Input Voltage	-0.2V to $+V_S$	-0.2V to $+V_S$	-0.2V to $+V_S$
	$T_{MIN}$ $T_{MAX}$	$T_{MIN}$ $T_{MAX}$	$T_{MIN}$ $T_{MAX}$
Operating Ambient Temperature Range	-55°C to +125°C	-25°C to +85°C	0°C to +70°C
Power Dissipation ( $P_D$ at 25°C) and Thermal Resistance ( $\theta_{JA}$ )			
(H Package) $P_D$	670 mW	570 mW	570 mW
$\theta_{JA}$	150°C/W	150°C/W	150°C/W
(N Package) $P_D$		500 mW	500 mW
$\theta_{JA}$		155°C/W	155°C/W
Lead Temperature (Soldering, 10 sec.)			
Dual-In-Line Package (Plastic)	260°C	260°C	260°C
Metal Can Package (TO-5)	260°C	260°C	260°C
ESD Susceptibility (Note 4)	TBD V	TBD V	TBD V

**Electrical Characteristics**  $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified (Note 2)

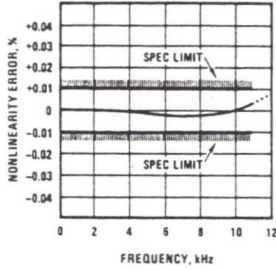
Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units
VFC Non-Linearity (Note 3)	$4.5\text{V} \leq V_S \leq 20\text{V}$		$\pm 0.003$	$\pm 0.01$	% Full-Scale
	$T_{MIN} \leq T_A \leq T_{MAX}$		$\pm 0.006$	$\pm 0.02$	% Full-Scale
VFC Non-Linearity In Circuit of Figure 1	$V_S = 15\text{V}$ , $f = 10\text{ Hz to } 11\text{ kHz}$		$\pm 0.024$	$\pm 0.14$	% Full-Scale
Conversion Accuracy Scale Factor (Gain)	$V_{IN} = -10\text{V}$ , $R_S = 14\text{ k}\Omega$				
LM131, LM131A, LM231, LM231A LM331, LM331A		0.95 0.90	1.00 1.00	1.05 1.10	kHz/V kHz/V
Temperature Stability of Gain LM131/LM231/LM331 LM131A/LM231A/LM331A	$T_{MIN} \leq T_A \leq T_{MAX}$ , $4.5\text{V} \leq V_S \leq 20\text{V}$		$\pm 30$ $\pm 20$	$\pm 150$ $\pm 50$	ppm/°C ppm/°C
Change of Gain with $V_S$	$4.5\text{V} \leq V_S \leq 10\text{V}$		0.01	0.1	%/V
	$10\text{V} \leq V_S \leq 40\text{V}$		0.006	0.06	%/V
Rated Full-Scale Frequency	$V_{IN} = -10\text{V}$	10.0			kHz
Gain Stability vs Time (1000 Hrs)	$T_{MIN} \leq T_A \leq T_{MAX}$		$\pm 0.02$		% Full-Scale
Overrange (Beyond Full-Scale) Frequency	$V_{IN} = -11\text{V}$	10			%
<b>INPUT COMPARATOR</b>					
Offset Voltage			$\pm 3$	$\pm 10$	mV
LM131/LM231/LM331	$T_{MIN} \leq T_A \leq T_{MAX}$		$\pm 4$	$\pm 14$	mV
LM131A/LM231A/LM331A	$T_{MIN} \leq T_A \leq T_{MAX}$		$\pm 3$	$\pm 10$	mV
Bias Current			-80	-300	nA
Offset Current			$\pm 8$	$\pm 100$	nA
Common-Mode Range	$T_{MIN} \leq T_A \leq T_{MAX}$	-0.2		$V_{CC} - 2.0$	V
<b>TIMER</b>					
Timer Threshold Voltage, Pin 5		0.63	0.667	0.70	$\times V_S$
Input Bias Current, Pin 5					
All Devices	$V_S = 15\text{V}$ $0\text{V} \leq V_{PIN 5} \leq 9.9\text{V}$		$\pm 10$	$\pm 100$	nA
LM131/LM231/LM331	$V_{PIN 5} = 10\text{V}$		200	1000	nA
LM131A/LM231A/LM331A	$V_{PIN 5} = 10\text{V}$		200	500	nA
$V_{SAT\ PIN 5}$ (Reset)	$I = 5\text{ mA}$		0.22	0.5	V



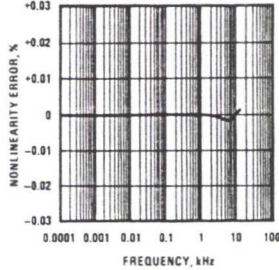
## Typical Performance Characteristics

(All electrical characteristics apply for the circuit of Figure 3, unless otherwise noted.)

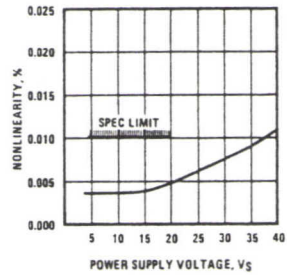
**Nonlinearity Error, LM131 Family, as Precision V-to-F Converter (Figure 3)**



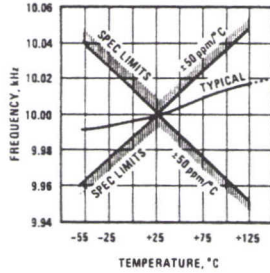
**Nonlinearity Error, LM131 Family**



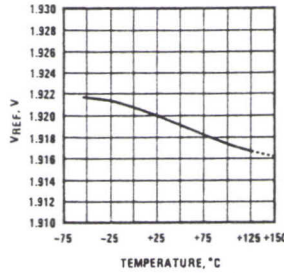
**Nonlinearity vs Power Supply Voltage**



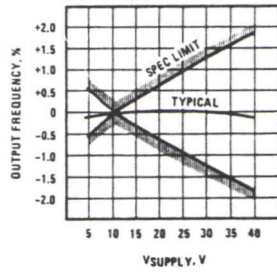
**Frequency vs Temperature, LM131A**



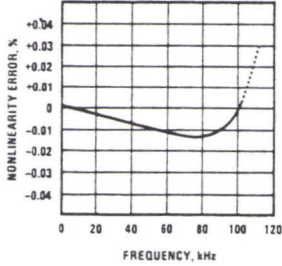
**VREF vs Temperature, LM131A**



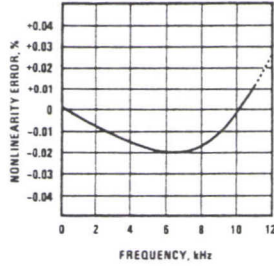
**Output Frequency vs VSUPPLY**



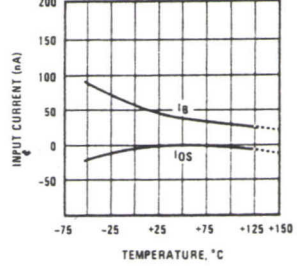
**100 kHz Nonlinearity Error, LM131 Family (Figure 4)**



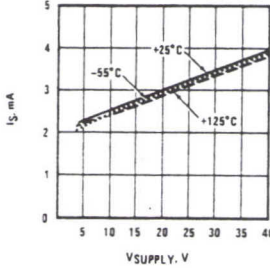
**Nonlinearity Error, LM131 (Figure 1)**



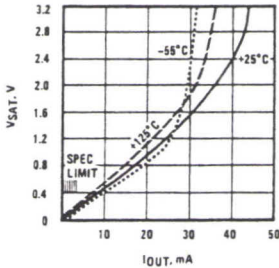
**Input Current (Pins 6, 7) vs Temperature**



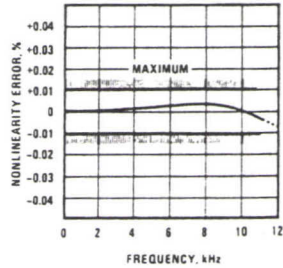
**Power Drain vs VSUPPLY**



**Output Saturation Voltage vs IOUT (Pin 3)**



**Nonlinearity Error, Precision F-to-V Converter (Figure 6)**



TL/H/5680-3

## Typical Applications (Continued)

### PRINCIPLES OF OPERATION OF A SIMPLIFIED VOLTAGE-TO-FREQUENCY CONVERTER

The LM131 is a monolithic circuit designed for accuracy and versatile operation when applied as a voltage-to-frequency (V-to-F) converter or as a frequency-to-voltage (F-to-V) converter. A simplified block diagram of the LM131 is shown in Figure 2 and consists of a switched current source, input comparator, and 1-shot timer.

The operation of these blocks is best understood by going through the operating cycle of the basic V-to-F converter, Figure 2, which consists of the simplified block diagram of the LM131 and the various resistors and capacitors connected to it.

The voltage comparator compares a positive input voltage,  $V_1$ , at pin 7 to the voltage,  $V_x$ , at pin 6. If  $V_1$  is greater, the comparator will trigger the 1-shot timer. The output of the timer will turn ON both the frequency output transistor and the switched current source for a period  $t = 1.1 R_T C_T$ . During this period, the current  $i$  will flow out of the switched current source and provide a fixed amount of charge,  $Q = i \times t$ , into the capacitor,  $C_L$ . This will normally charge  $V_x$  up to a higher level than  $V_1$ . At the end of the timing period, the current  $i$  will turn OFF, and the timer will reset itself.

Now there is no current flowing from pin 1, and the capacitor  $C_L$  will be gradually discharged by  $R_L$  until  $V_x$  falls to the level of  $V_1$ . Then the comparator will trigger the timer and start another cycle.

The current flowing into  $C_L$  is exactly  $I_{AVE} = i \times (1.1 \times R_T C_T) \times f$ , and the current flowing out of  $C_L$  is exactly  $V_x / R_L \approx V_{IN} / R_L$ . If  $V_{IN}$  is doubled, the frequency will double to maintain this balance. Even a simple V-to-F converter can provide a frequency precisely proportional to its input voltage over a wide range of frequencies.

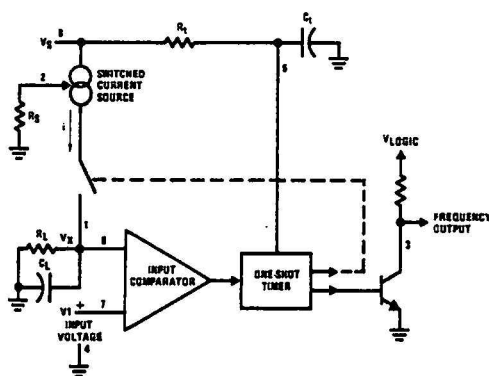


FIGURE 2. Simplified Block Diagram of Stand-Alone Voltage-to-Frequency Converter Showing LM131 and External Components

### DETAIL OF OPERATION, FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM (FIGURE 1a)

The block diagram shows a band gap reference which provides a stable  $1.9 V_{DC}$  output. This  $1.9 V_{DC}$  is well regulated over a  $V_S$  range of 3.9V to 40V. It also has a flat, low temperature coefficient, and typically changes less than  $1/2\%$  over a  $100^\circ\text{C}$  temperature change.

The current pump circuit forces the voltage at pin 2 to be at 1.9V, and causes a current  $i = 1.90V/R_S$  to flow. For  $R_S = 14k$ ,  $i = 135 \mu\text{A}$ . The precision current reflector provides a current equal to  $i$  to the current switch. The current switch switches the current to pin 1 or to ground depending on the state of the  $R_S$  flip-flop.

The timing function consists of an  $R_S$  flip-flop, and a timer comparator connected to the external  $R_T C_T$  network. When the input comparator detects a voltage at pin 7 higher than pin 6, it sets the  $R_S$  flip-flop which turns ON the current switch and the output driver transistor. When the voltage at pin 5 rises to  $2/3 V_{CC}$ , the timer comparator causes the  $R_S$  flip-flop to reset. The reset transistor is then turned ON and the current switch is turned OFF.

However, if the input comparator still detects pin 7 higher than pin 6 when pin 5 crosses  $2/3 V_{CC}$ , the flip-flop will not be reset, and the current at pin 1 will continue to flow, in its attempt to make the voltage at pin 6 higher than pin 7. This condition will usually apply under start-up conditions or in the case of an overload voltage at signal input. It should be noted that during this sort of overload, the output frequency will be 0; as soon as the signal is restored to the working range, the output frequency will be resumed.

The output driver transistor acts to saturate pin 3 with an ON resistance of about  $50\Omega$ . In case of overvoltage, the output current is actively limited to less than 50 mA.

The voltage at pin 2 is regulated at  $1.90 V_{DC}$  for all values of  $i$  between  $10 \mu\text{A}$  to  $500 \mu\text{A}$ . It can be used as a voltage reference for other components, but care must be taken to ensure that current is not taken from it which could reduce the accuracy of the converter.

### PRINCIPLES OF OPERATION OF BASIC VOLTAGE-TO-FREQUENCY CONVERTER (FIGURE 1)

The simple stand-alone V-to-F converter shown in Figure 1 includes all the basic circuitry of Figure 2 plus a few components for improved performance.

A resistor,  $R_{IN} = 100 k\Omega \pm 10\%$ , has been added in the path to pin 7, so that the bias current at pin 7 ( $-80 \text{ nA}$  typical) will cancel the effect of the bias current at pin 6 and help provide minimum frequency offset.

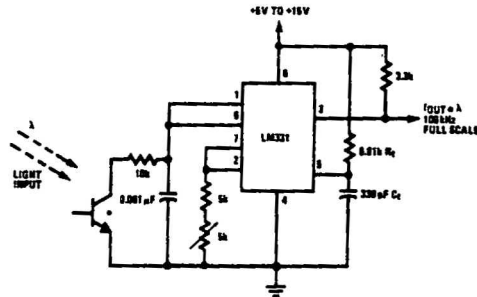
The resistance  $R_S$  at pin 2 is made up of a  $12 k\Omega$  fixed resistor plus a  $5 k\Omega$  (cermet, preferably) gain adjust rheostat. The function of this adjustment is to trim out the gain tolerance of the LM131, and the tolerance of  $R_T$ ,  $R_L$  and  $C_T$ .





Typical Applications (Continued)

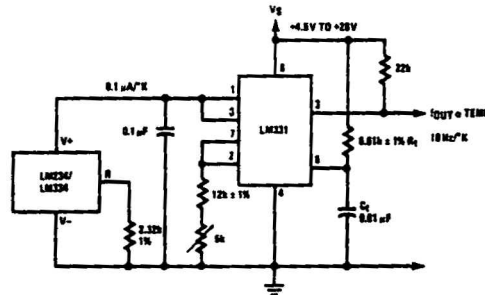
Light Intensity to Frequency Converter



TL/H/5680-9

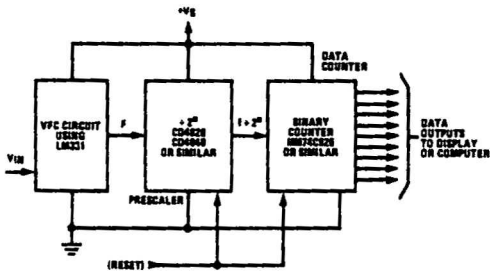
\*L14F-1, L14G-1 or L14H-1, photo transistor (General Electric Co.) or similar

Temperature to Frequency Converter



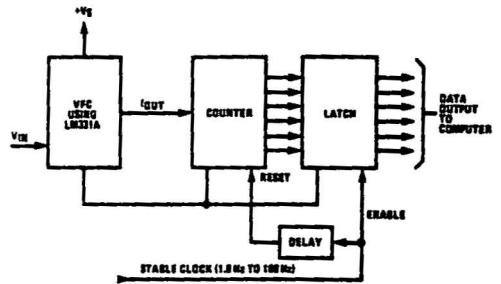
TL/H/5680-10

Long-Term Digital Integrator Using VFC



TL/H/5680-11

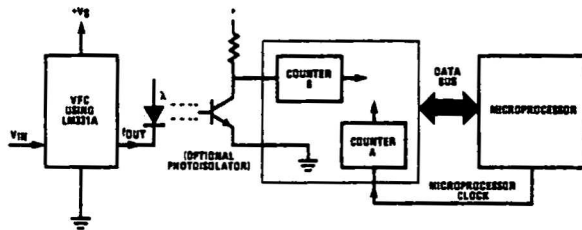
Basic Analog-to-Digital Converter Using Voltage-to-Frequency Converter



TL/H/5680-12

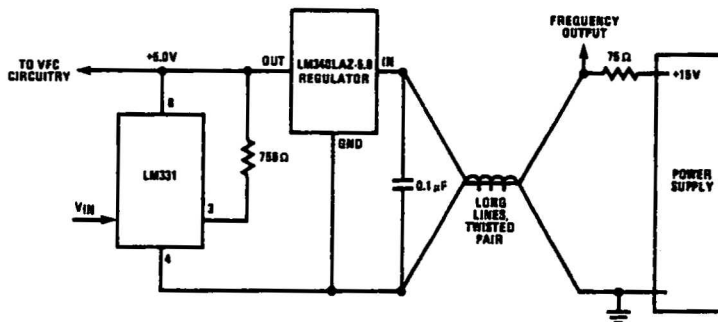
## Typical Applications (Continued)

### Analog-to-Digital Converter with Microprocessor



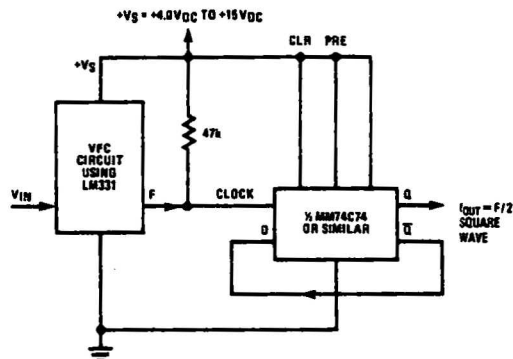
TL/H/5680-13

### Remote Voltage-to-Frequency Converter with 2-Wire Transmitter and Receiver



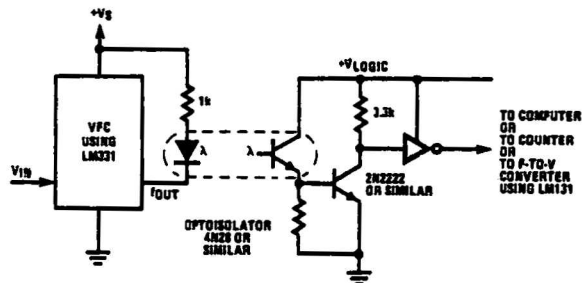
TL/H/5680-14

### Voltage-to-Frequency Converter with Square-Wave Output Using $\div 2$ Flip-Flop



TL/H/5680-15

### Voltage-to-Frequency Converter with Isolators

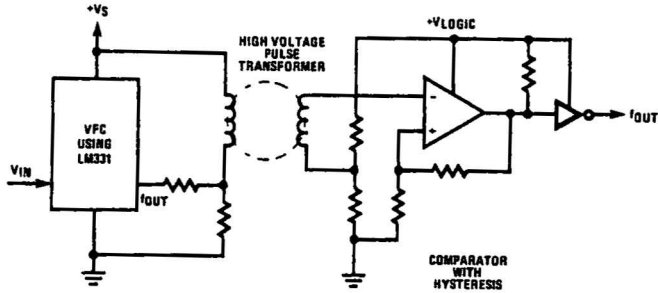


TL/H/5680-16



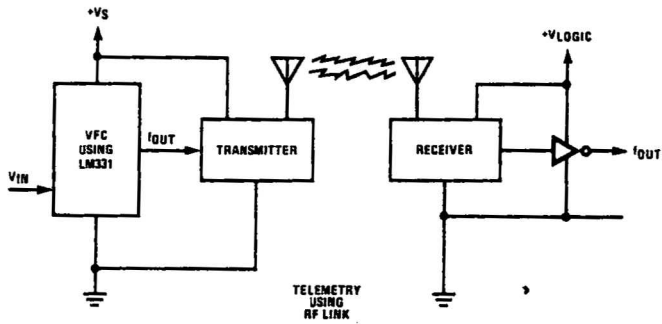
**Typical Applications (Continued)**

**Voltage-to-Frequency Converter with Isolators**



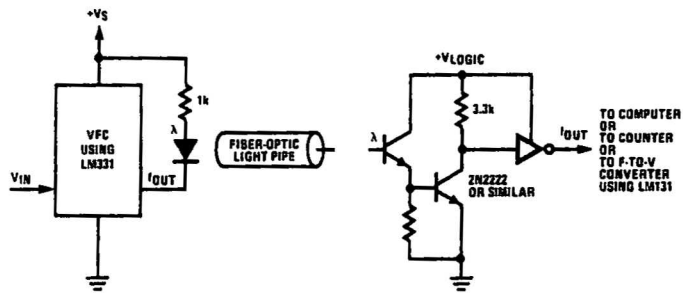
TL/H/5680-17

**Voltage-to-Frequency Converter with Isolators**



TL/H/5680-18

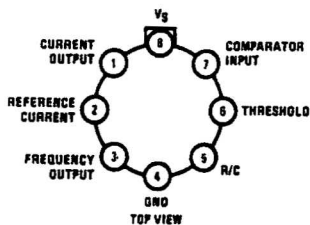
**Voltage-to-Frequency Converter with Isolators**



TL/H/5680-19

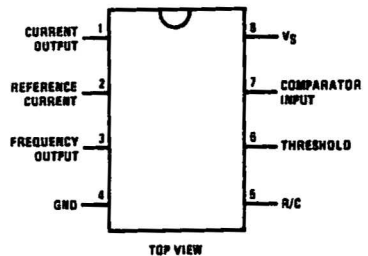
**Connection Diagrams**

**Metal Can Package**



TL/H/5680-20

**Dual-In-Line Package**



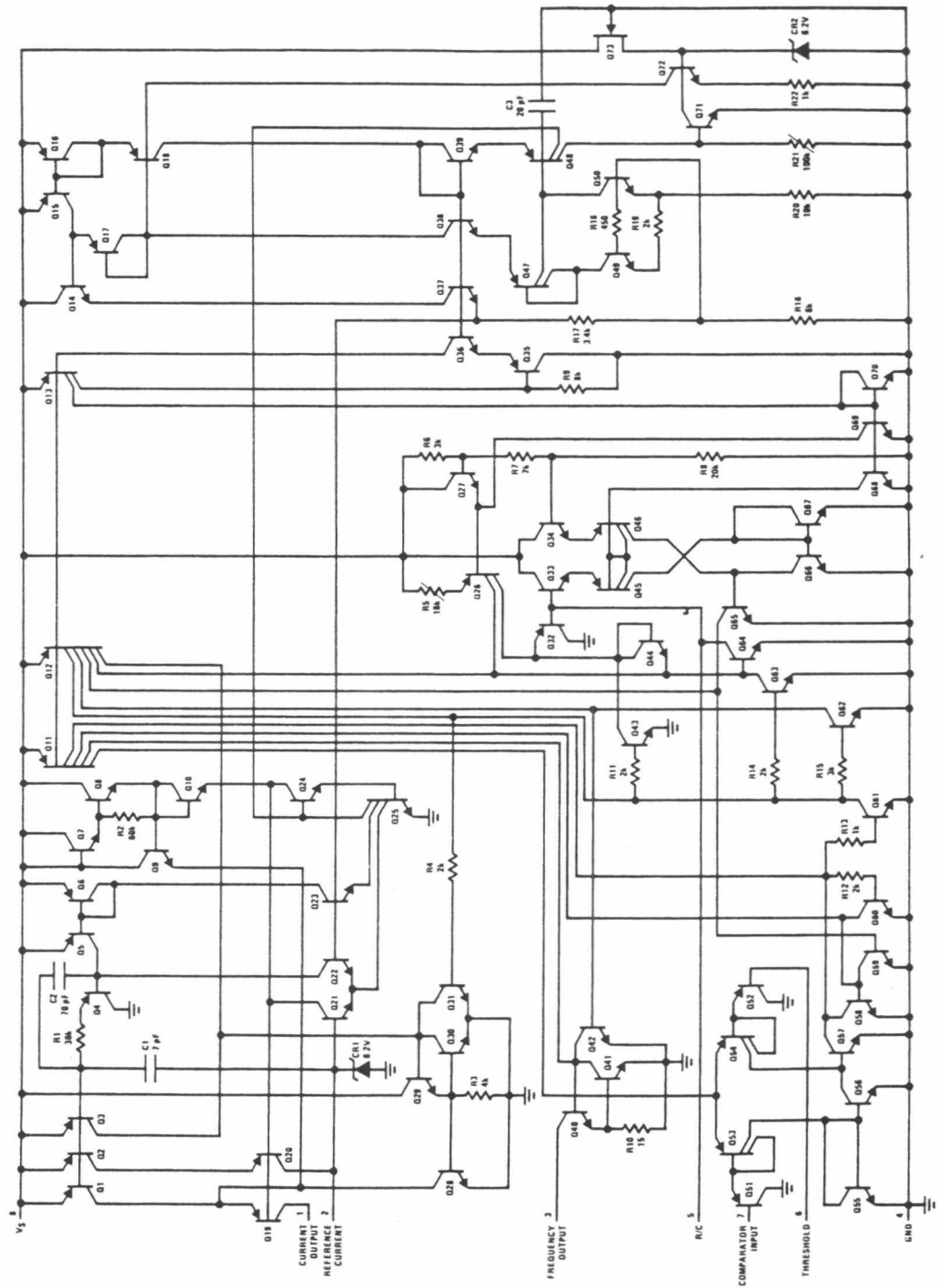
TL/H/5680-21

Order Number LM131AH, LM131H, LM231AH, LM231H, LM331AH or LM331H  
See NS Package Number H08C

Order Number LM231AN, LM231N, LM331AN, or LM331N  
See NS Package Number N08E



Schematic Diagram



TL/H/5680-22



## LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier

### General Description

The LM386 is a power amplifier designed for use in low voltage consumer applications. The gain is internally set to 20 to keep external part count low, but the addition of an external resistor and capacitor between pins 1 and 8 will increase the gain to any value up to 200.

The inputs are ground referenced while the output is automatically biased to one half the supply voltage. The quiescent power drain is only 24 milliwatts when operating from a 6 volt supply, making the LM386 ideal for battery operation.

### Features

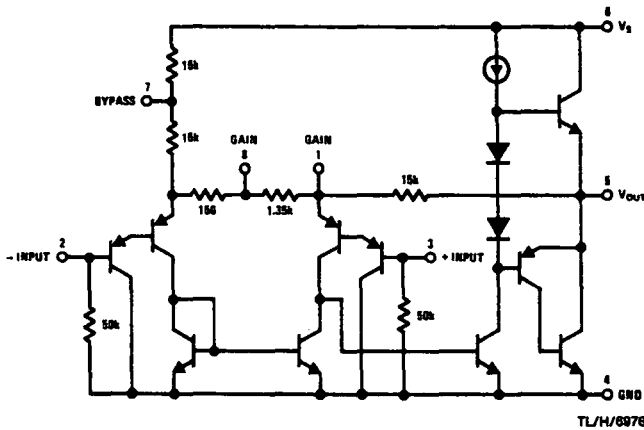
- Battery operation
- Minimum external parts
- Wide supply voltage range 4V-12V or 5V-18V
- Low quiescent current drain 4 mA

- Voltage gains from 20 to 200
- Ground referenced input
- Self-centering output quiescent voltage
- Low distortion
- Eight pin dual-in-line package

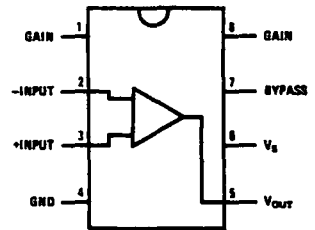
### Applications

- AM-FM radio amplifiers
- Portable tape player amplifiers
- Intercoms
- TV sound systems
- Line drivers
- Ultrasonic drivers
- Small servo drivers
- Power converters

### Equivalent Schematic and Connection Diagrams



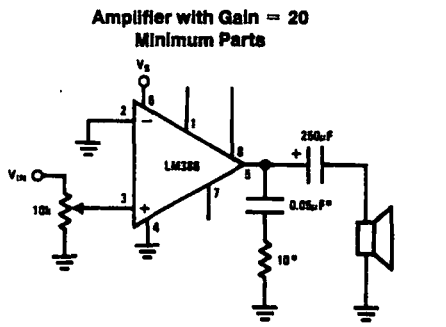
#### Dual-In-Line and Small Outline Packages



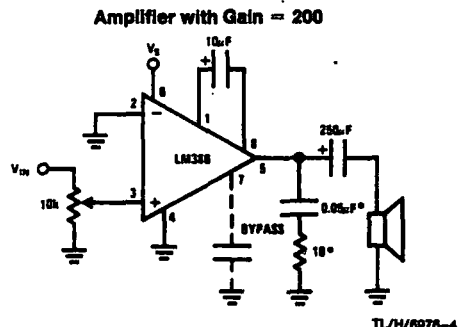
Top View

Order Number LM386M-1, LM386N-1, LM386N-3 or LM386N-4  
See NS Package Number M08A or N08E

### Typical Applications



\*Required for LM386N-4 only.



\*Required for LM386N-4 only.

## Absolute Maximum Ratings

If Military/Aerospace specified devices are required, contact the National Semiconductor Sales Office/Distributors for availability and specifications.

Supply Voltage (LM386N-1, -3, LM386M-1)	15V
Supply Voltage (LM386N-4)	22V
Package Dissipation (Note 1) (LM386N-4)	1.25W
Input Voltage	$\pm 0.4V$
Storage Temperature	$-65^{\circ}C$ to $+150^{\circ}C$
Operating Temperature	$0^{\circ}C$ to $+70^{\circ}C$

Junction Temperature	$+150^{\circ}C$
Soldering Information	
Dual-In-Line Package	
Soldering (10 sec)	$+260^{\circ}C$
Small Outline Package	
Vapor Phase (60 sec)	$+215^{\circ}C$
Infrared (15 sec)	$+220^{\circ}C$

See AN-450 "Surface Mounting Methods and Their Effect on Product Reliability" for other methods of soldering surface mount devices.

## Electrical Characteristics $T_A = 25^{\circ}C$

Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units
Operating Supply Voltage ( $V_S$ ) LM386N-1, -3, LM386M-1 LM386N-4		4 5		12 18	V V
Quiescent Current ( $I_Q$ )	$V_S = 6V, V_{IN} = 0$		4	8	mA
Output Power ( $P_{OUT}$ ) LM386N-1, LM386M-1 LM386N-3 LM386N-4	$V_S = 6V, R_L = 8\Omega, THD = 10\%$ $V_S = 9V, R_L = 8\Omega, THD = 10\%$ $V_S = 16V, R_L = 32\Omega, THD = 10\%$	250 500 700	325 700 1000		mW mW mW
Voltage Gain ( $A_V$ )	$V_S = 6V, f = 1\text{ kHz}$ 10 $\mu F$ from Pin 1 to 8		26 46		dB dB
Bandwidth (BW)	$V_S = 6V$ , Pins 1 and 8 Open		300		kHz
Total Harmonic Distortion (THD)	$V_S = 6V, R_L = 8\Omega, P_{OUT} = 125\text{ mW}$ $f = 1\text{ kHz}$ , Pins 1 and 8 Open		0.2		%
Power Supply Rejection Ratio (PSRR)	$V_S = 6V, f = 1\text{ kHz}, C_{BYPASS} = 10\ \mu F$ Pins 1 and 8 Open, Referred to Output		50		dB
Input Resistance ( $R_{IN}$ ) Input Bias Current ( $I_{BIAS}$ )	$V_S = 6V$ , Pins 2 and 3 Open		50 250		k $\Omega$ nA

Note 1: For operation in ambient temperatures above  $25^{\circ}C$ , the device must be derated based on a  $150^{\circ}C$  maximum junction temperature and 1) a thermal resistance of  $80^{\circ}C/W$  (junction to ambient for the dual-in-line package and 2) a thermal resistance of  $170^{\circ}C/W$  for the small outline package.

## Application Hints

### GAIN CONTROL

To make the LM386 a more versatile amplifier, two pins (1 and 8) are provided for gain control. With pins 1 and 8 open the 1.35 k $\Omega$  resistor sets the gain at 20 (26 dB). If a capacitor is put from pin 1 to 8, bypassing the 1.35 k $\Omega$  resistor, the gain will go up to 200 (46 dB). If a resistor is placed in series with the capacitor, the gain can be set to any value from 20 to 200. Gain control can also be done by capacitively coupling a resistor (or FET) from pin 1 to ground.

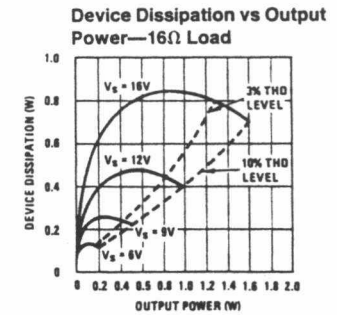
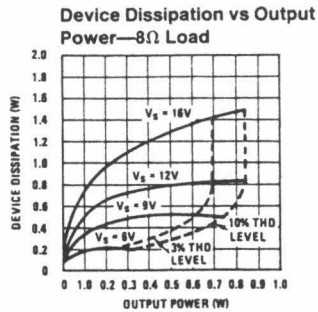
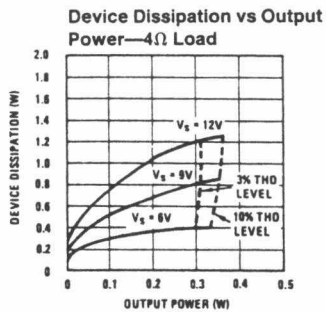
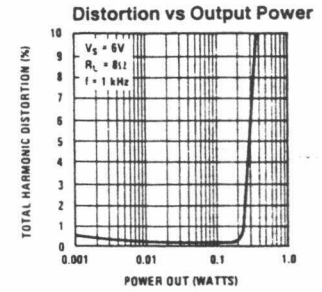
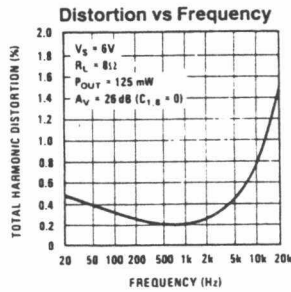
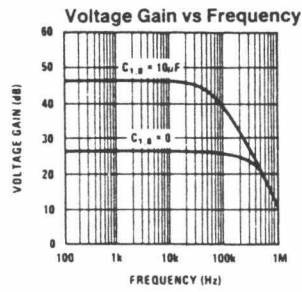
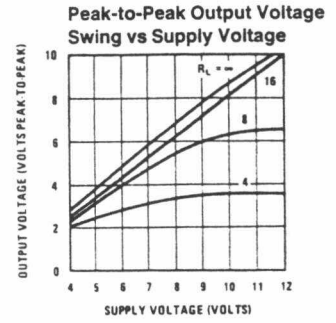
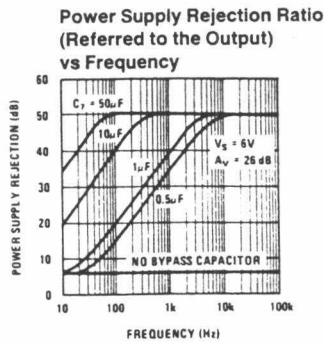
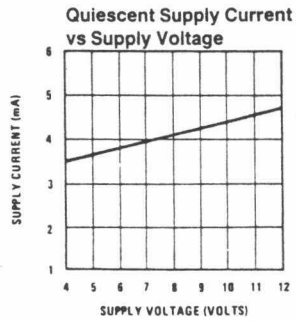
Additional external components can be placed in parallel with the internal feedback resistors to tailor the gain and frequency response for individual applications. For example, we can compensate poor speaker bass response by frequency shaping the feedback path. This is done with a series RC from pin 1 to 5 (paralleling the internal 15 k $\Omega$  resistor). For 6 dB effective bass boost:  $R = 15\text{ k}\Omega$ , the lowest value for good stable operation is  $R = 10\text{ k}\Omega$  if pin 8 is open. If pins 1 and 8 are bypassed then  $R$  as low as 2 k $\Omega$  can be used. This restriction is because the amplifier is only compensated for closed-loop gains greater than 9.

### INPUT BIASING

The schematic shows that both inputs are biased to ground with a 50 k $\Omega$  resistor. The base current of the input transistors is about 250 nA, so the inputs are at about 12.5 mV when left open. If the dc source resistance driving the LM386 is higher than 250 k $\Omega$  it will contribute very little additional offset (about 2.5 mV at the input, 50 mV at the output). If the dc source resistance is less than 10 k $\Omega$ , then shorting the unused input to ground will keep the offset low (about 2.5 mV at the input, 50 mV at the output). For dc source resistances between these values we can eliminate excess offset by putting a resistor from the unused input to ground, equal in value to the dc source resistance. Of course all offset problems are eliminated if the input is capacitively coupled.

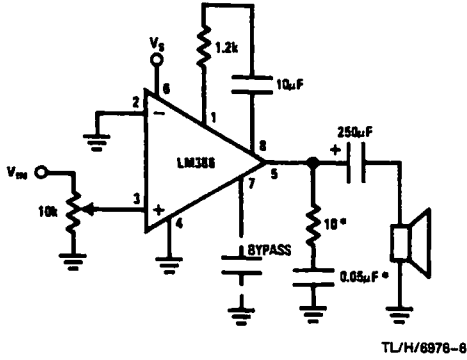
When using the LM386 with higher gains (bypassing the 1.35 k $\Omega$  resistor between pins 1 and 8) it is necessary to bypass the unused input, preventing degradation of gain and possible instabilities. This is done with a 0.1  $\mu F$  capacitor or a short to ground depending on the dc source resistance on the driven input.

## Typical Performance Characteristics



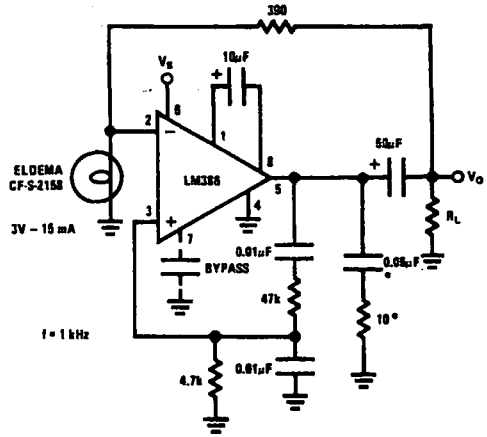
Typical Applications (Continued)

Amplifier with Gain = 50



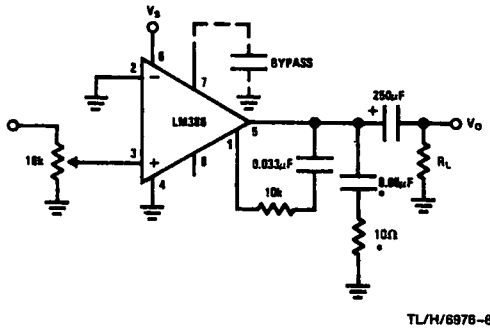
TL/H/6976-6

Low Distortion Power Wienbridge Oscillator



TL/H/6976-7

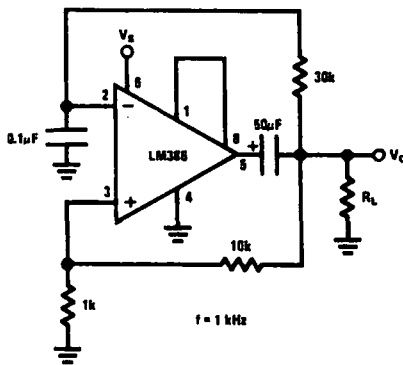
Amplifier with Bass Boost



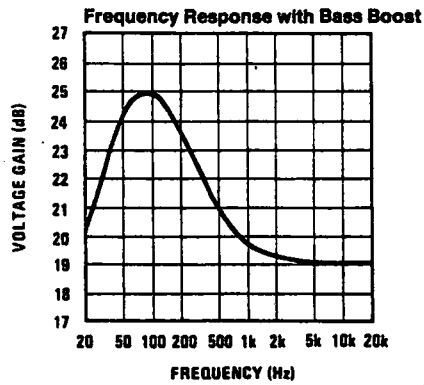
TL/H/6976-8

\*Required for LM386N-4 only.

Square Wave Oscillator

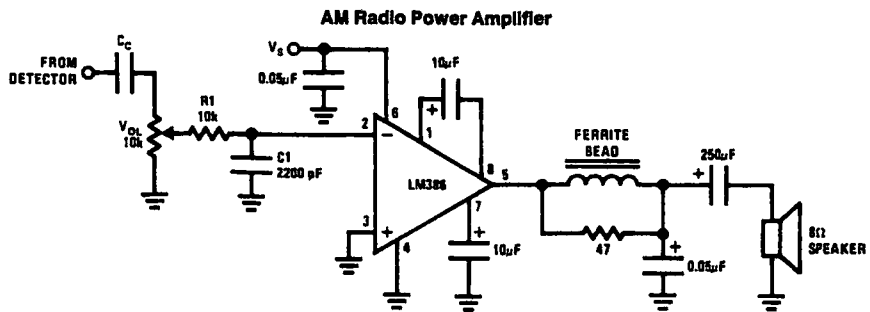


TL/H/6976-9



TL/H/6976-10

## Typical Applications (Continued)



TL/H/6976-11

**Note 1:** Twist supply lead and supply ground very tightly.

**Note 2:** Twist speaker lead and ground very tightly.

**Note 3:** Ferrite bead is Ferroxcube K5-001-001/3B with 3 turns of wire.

**Note 4:** R1C1 band limits input signals.

**Note 5:** All components must be spaced very close to IC.